

21世纪全国高等院校材料类 创新型 应用人才培养规划教材



主编 宿辉

- 化学与材料学科有机结合
- 适应卓越工程师培养计划
- 融入学科新思想及新成果

Materials





说明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有, 侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用,如有任课教师需要本书课件或其他相关教学资料,请联系北京大学出版社客服,微信手机同号:15600139606,扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限, 仅限任课教师索取, 谢谢!



21 世纪全国高等院校材料类创新型应用人才培养规划教材

材料化学

主编宿辉 副主编 王国星 李春彦



内容介绍

本书根据应用型本科院校的定位和数学特点编写而成,介绍材料化学的基本知识,全书共9章,包括绪论,化学基础知识、材料的制备、材料的性能、金属材料、无机非金属材料,商分子材料、复合材料、纳米材料。其中第2~4章属于原理知识部分,第5~9章介绍各类材料的特点、性能及应用。

本书内容读略得当、图文并茂、实用性强、突出材料化学在生产实践中的实际应用。同时引入材料 和化学发展的新思想、新成果、反映学科发展的最新趋势。本书不仅可作为高等院校材料类、化学类专 中的基础课数学用书。也可能自学者、工程技术人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

材料化学/宿解主编。一北京,北京大学出版社、2012.8 (21 世纪全国高等院校材料类创新型应用人才培养规划教材) ISBN 978-7-301-21071-0

Ⅰ. ①材・・ Ⅱ. ①宿・・ Ⅲ. ①材料科学一应用化学一高等学校一数材 Ⅳ. ①TB3中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第180995 号

4 名,材料化学

著作责任者: 宿 辉 主 编

策划编辑: 童君鑫 宋亚珍

责任编辑:宋亚玲

标准书号: ISBN 978-7-301-21071-0/TG · 0031

出 版 者,北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

址: http://www.pup.cn http://www.pup6.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup 6@163.cn

印刷者:

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者:新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 15.75 印张 357 千字 2012 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 4 次印刷

定价: 39.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup. pku. edu. cn

前 言

材料化学是高等院校化学类、材料类专业的重要基础课程,是在分子结构层次上研究 材料的制备、结构和性能关系的一门科学,是在物理、化学、数学、工程等学科基础上发 原起来的交叉性得强的一门学科

本书系统介绍了材料化学的基础知识和发展前沿,以其既是材料科学的一个重要分支又是化学学科的一个组成部分为出发点,以该学科具有明显的交叉学科、边缘学科的性质为着力点,有机地把化学理论与材料的结构和性能结合起来,彰显了基础理论和实际应用的紧密结合。随着国民经济的迅速发展以及材料科学、化学科学领域的不断进步,作为新兴学科的材料化学的发展也日新月异。本教材立足于 21世纪应用型本科学校人才培养的需求,适应教育部"卓越工程师培养计划"、CDIO工程教育模式等体系要求,在内容上以提高学生专业知识水平和实践能力为重点。本书可作为材料、化学类专业的本科教材,铺垫本科生应该具备的理论基础,加强他们的应用意识。为培养学生观察问题、分析问题和解决问题的能力,以及学习后线课程积累一定的知识。

本教材具有以下特点;①教学内容涵盖面宽、基本理论与工程应用相结合、采用循序渐进的编写模式、结构清晰、注重系统性和可读性、浅显易懂又能反映科学严密性、突出实用性、本书包含两大部分。第一部分主要讨论材料的制备、材料的性能及相应化学反应的基本规律;第二部分主要讨论金属材料、非金属材料、高分子材料、复合材料、纳米材料的分类、特点及应用。②融入学科发展的新思想、新成果,加入大量实例图片,以扩展学生的识面和提高学习兴趣、使课堂内容能够紧跟时代发展的前沿。③每章设有导入案例、本章教学要点、思考题等板块,便于学生阅读。

本书共9章,其中黑龙江工程学院宿辉编写了第1~4、7、9章内容,王国星编写了第6章及第5.5、8.4~8.5节内容,刘常达老师编写了第8.1~8.3节内容;牡丹江医学院李春彦编写了第5.1~5.4、5.6~5.7节内容。本书在编写过程中,得到各位同仁的大力支持,同时参考了国内同类教材的部分内容,在此表示衷心感谢!由于编者水平所限,加之时间仓促,书中疏漏之处在所难免,恳请使用本书的师生多提宝贵意见。

编 者 2012年6月 从海大洲地域排除

目 录

第1章	绪论	1	2.5	相平衡与相图 34
- 年 - 元	绡比	1		2.5.1 相平衡与相律 34
1.1	材料的分类	2		2.5.2 相图 35
1.2	材料化学的特点	4	思考	題
1.3	材料化学在各领域的应用	5 第3		材料的制备43
1.4	材料化学的作用	6	부	材料的制备 42
第2章	化学基础知识	7	3. 1	晶体生长技术 44
第 2 早	化子基间双块	1	X	3.1.1 耐氧化性熔体生长法 44
2. 1	化学热力学	8	1	3.1.2 溶液生长法 47
	2.1.1 热力学第一定律	8	3.2	气相沉积法 48
	2.1.2 热力学第二定律	10		3.2.1 物理气相沉积法 48
	2.1.3 热力学第三定律	11_		3.2.2 化学气相沉积法 50
	2.1.4 热力学基本方程	11	3. 3	溶胶-凝胶法 55
	2.1.5 偏摩尔量	12	1	3.3.1 溶胶-凝胶法的基本
	2.1.6 多组分系统相平衡	15	Vi	原理 56
	2.1.7 化学反应方向与限度的	X	X	3.3.2 溶胶-凝胶法的应用 56
	判据	16		3.3.3 溶胶-凝胶法的优缺点 58
2.2	化学反应动力学	21	3. 4	液相沉淀法 58
	2.2.1 化学反应速率与浓度的			3.4.1 直接沉淀法 58
	关系	21		3.4.2 共沉淀法 55
	2.2.2 反应速率方程的积分			3.4.3 均匀沉淀法 55
	形式	21	3.5	固相反应 59
	2.2.3 化学反应机理	23		3.5.1 固相反应分类 60
2. 3	表面与界面	25		3.5.2 固相反应的特点 … 60
	2.3.1 表面张力	26		3.5.3 固相反应的过程和
	2.3.2 分散度对系统物理化学			机理 60
	性质的影响	26		3.5.4 影响固相反应的因素 61
		27		3.5.5 固相反应实例 … 62
		28	3. 6	插层法和反插层法 … 63
2.4	0.10 1 22	30	3.7	自蔓延高温合成法 63
	and the second s	30		3.7.1 自蔓延高温合成法的
		32		机理 64
	2.4.3 能斯特方程			3.7.2 自蔓延高温合成法的
	2.4.4 电化学反应的速率 · · · · · · ·	33		化学反应类型 · · · · · 65



	3. 7. 3	自蔓延高	温合成技术				5. 6. 2	铝及铝合金			113
		类型 …		6	55		5.6.3	镁及镁合金			115
3, 8	非晶材	料的制备		6	37		5. 6. 4	钛及钛合金			117
思考	題			6	59		5. 6. 5	铜及铜合金			119
第4章	++ 101 A	h M és			70	5.7	新型合	金材料			121
第 4 早	加州	打土 解 …		,,,,,	70		5. 7. 1	储氢合金 …			121
4.1	材料的	化学性能		7	72		5.7.2	形状记忆合	金		123
	4. 1. 1	耐氧化性		7	72		5.7.3	超耐热合金			127
	4.1.2	耐酸碱性		7	73		5. 7. 4	超低温合金			129
	4.1.3	耐有机溶	剂性	7	73		5. 7. 5	超塑性合金	******		129
	4. 1. 4	耐老化性		7	73		5. 7. 6	减振合金 "			131
4.2	材料的	力学性能		7	74		5. 7. 7	硬质合金 "			132
	4.2.1	材料的强	度	7	75	思考	题				
	4.2.2	材料的硬	度	7	76	*	777	- A = 4.4W			
	4.2.3	疲劳性能		7	78 第 9	*	20411	金属材料			134
4.3	热学性	能		7	78	6.1	无机非	金属材料的组	吉梅		135
4.4	电学性	能		8	30		6.1.1	化学结构 …			135
4.5	磁学性	能			33		6.1.2	典型无机材	料品体		
4.6	光学性	能		4.46	35		575	结构			136
	4.6.1	光的吸收	和透过	. m. 8	36		6. 1. 3	其他结构"			140
	4.6.2	光的折射	与反射	8	37	6. 2	无机非	金属材料的情	生能		142
4.7	材料的	工艺性能	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	39	6.3	无机非	金属材料简单	····		147
思考	题 …			9	00		6. 3. 1	陶瓷概述 "			147
第5章	全國和	料		g			6.3.2	普通陶瓷 "			148
×1.04	21L 11+0 10	10			/4/-		6.3.3	水泥			149
5.1	金属材	料概论		····· 9	92		6.3.4	玻璃			151
5.2	金属单	质结构		9	93		6.3.5	耐火材料 "			152
	5. 2. 1	金属键		9	93		6.3.6	新型陶瓷 "			153
	5. 2. 2	金属的品	体结构	9	93	6.4	无机非	金属材料的	训备方法	*****	156
5.3	金属的	性质 …		g	96		6. 4. 1	传统陶瓷制	备		157
	5. 3. 1	金属的物	理性质	···· 9	96		6.4.2	水泥制备 …			159
	5. 3. 2	金属的化	学性质	9	99		6.4.3	玻璃制备 "			161
5.4	合金的	绪梅		10	00		6. 4. 4	功能陶瓷制	备		162
	5.4.1	金属固溶	体	10	00		6.4.5	耐火材料制	备		164
	5. 4. 2	金属化合	物	10)1	思考	题				165
5.5	金属材	料的制备		10)2	7 章	喜分子	-材料			166
	5. 5. 1	钢铁的冶	炼	10)3	Take	1-0 /J	119 117			100
	5.5.2	有色金属	的冶炼 …	10)5	7. 1	高分子	材料的概述	******		167
5.6	常见金	属材料 "		10	9		7.1.1	高分子材料	的概念		167
	5 6 1	钢件		10	0.0		7 1 2	高分子材料	的命名		168

	7.1.3	高分子材料的分类	169	思考	題	199
7. 2	高分子	化合物的结构	169	第8章	复合材料	000
	7. 2. 1	高分子化合物的化学		弗 0早	复合材料	200
		结构	169	8. 1	复合材料的概述	201
	7.2.2	高分子化合物的二级		8. 2	复合材料的基体	203
		结构	171		8.2.1 金属基体材料	203
	7, 2, 3	高分子化合物的三级			8.2.2 无机非金属基材料	205
		结构	172		8.2.3 聚合物基体材料	206
7.3	高分子	材料的性能	172	8. 3	复合材料的增强相	209
	7, 3, 1	力学性能	172		8.3.1 纤维增强体	210
	7.3.2	电学性能	173		8.3.2 晶须增强体	212
	7.3.3	光学性能	173		8.3.3 颗粒增强体	213
	7.3.4	热学性能	173	8. 4	复合材料的制备 ·····	213
	7. 3. 5	化学稳定性	174	1	8.4.1 聚合物基复合材料	213
7.4	高分子	材料的制备	174	1.1	8.4.2 金属基复合材料	215
	7.4.1	聚合反应的分类	174	THE.		216
	7.4.2	自由基聚合反应	175	8.5	复合材料的主要性能与应用	216
	7.4.3	离子型聚合反应	176	1	8.5.1 聚合物基复合材料	
	7. 4. 4	配位聚合反应	177		8.5.2 金属基复合材料	217
	7.4.5	共聚合反应	178	3	8,5,3 陶瓷基复合材料	219
	7.4.6	缩合聚合	179	vX	8.5.4 复合材料的应用	220
	7.4.7	聚合实施方法	180	V X	8.5.5 复合材料存在的问题与	
7.5	常用高	分子材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	181	11	未来展望	221
	7. 5. 1	型料	181	思考	II	222
	7. 5. 2	橡胶	185		the state to be dest	
	7. 5. 3	纤维	187	第9章	纳米材料	223
	7.5.4	涂料	189	9.1	纳米材料的概念	224
	7.5.5	胶黏剂	190	9.2	纳米材料的种类	225
7.6	功能高	分子材料	192	9.3	纳米材料的特性	228
	7. 6. 1	功能高分子材料的			9, 3, 1 纳米效应	229
		概述	192			229
	7. 6. 2	物理功能高分子材料	192	9.4	纳米材料的制备	231
	7. 6. 3	化学功能高分子材料	194	9.5	纳米材料的应用	
	7. 6. 4	生物功能高分子材料	197	思考		
	7. 6. 5	可降解高分子材料	198			
	7.6.6	智能型高分子材料	198	参考文献	***************************************	237

从海大洲地域排除

第1章 绪 论



知识要点	掌握程度	相美知识		
材料的分类	掌握材料的分类方法; 了解金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料	金属材料、无机非金属材料、高 分子材料和复合材料		
材料化学的特点、应用 及作用	掌握材料化学的特点; 了解材料化学在各领域的应用及 作用	跨学科性、实践性、生物医药领域、电子信息领线、环境和能源等 领域		



导入案例

有机硅以硅氧链为主链,侧链上挂接各种不同性质的有机基团,这种十分特殊的分子结构,具有有机、无机双重属性。任何领域只要有有机硅介入,就会发生神奇的变



化。如护肤、护发品中加入有机硅可更有效地滋润皮肤、保护头发; 计算机按键采用有机硅, 能耐百万次以上反复点击触模(如图1-1); 医疗上有机硅亦有独特功能, 如腹腔手术后, 内脏抹上硅油就可以解决图扰人类几百年的手术后肠粘连问题; 食品中加入有机硅。加州, 食品便变得松软可口; 包装袋中加入有机硅。食品保鲜期可成倍增加; 建筑密封股加入有机硅。使用寿命可由原来的1~2年延长至12年以上; 汽车发动机采用

图 1-1 有机硅在计算机上的应用 有机硅橡胶减衰垫。可降低噪声 50%。

材料是人类社会赖以生存和发展的物质基础,是人类社会现代文明的重要支柱。纵观人类利用材料的历史可以清楚地看到。每一种重要的新材料的发现和应用。都把人类支配自然的能力提高到一个新的水平。材料科学技术的每一次重大突破,都会引起生产技术的革命、大大加速社会发展的进程,并给社会生产和人们生活带来巨大的变化。因此,材料也成为人类历史发展过程的重要标志。

在遥远的占代、人类的根先以石器为主要工具、开创了冶金技术、约公元前5000年进入青铜器时代、约公元前1900年进入铁器时代。炼制工业的迅速发展、成为近代产业整命的重要内容。20世纪末、人们把材料、信息和能源作为现代社会进步的:大支柱、而材料又是发展能源和信息技术的物质基础。从近代科技史来看、新材料的使用对社会经济和科技的发展起着巨大的推动作用。例如、钢铁材料的出现、孕育了产业革命、高纯半导体材料的制造。促进了现代信息技术的建立和发展、先进复合材料和新型超合金材料的开发、为空间技术的发展奠定了物质基础,新型超导材料的研制、大大推动了尤损耗发电、磁流发电及受控热核反应等现代能源的发展;纳水材料的发展和利用、促进了多学科的进步、并将人类带人了一个奇迹层出不穷的时代。材料的品种繁多、迄今已达几十万种、每年还以5%左右的速度继续增长。

化学是材料科学发展的基础科学,而材料化学是一门以现代材料为主要对象,研究材料的化学组成、结构与性能关系、合成制备方法、性能表征及其与环境协调等问题的科学,在材料科学的发展中起着五可替代的重要作用。

1.1 材料的分类

材料的分类方法有多种。按其组成和结构特点,可分为金属材料、无机非金属材料、 高分子材料和复合材料四大类。按其使用性能,可分为结构材料与功能材料,结构材料的 使用性能主要是强度、韧性、抗疲劳等力学性能,可用作产品、设备、1.程等的结构部 件,功能材料的使用性能主要是光、电、磁、热、声等功能性能、用于制作具有特定功能 的产品、设备、器件等。按材料的用途不同,可分为建筑材料、信息材料、能源材料、航 空航天材料等。本章将按照第一种分类对有关四类材料分别加以介绍。

1. 金属材料

金属材料(metallic materials)是以金属元素为基础的材料、分为黑色金属材料和有色金属材料。黑色金属通常包括铁、锰、铬以及它们的合金;除黑色金属以外,其他各种金属及其合金都称为有色金属、如铝合金、钛合金、铜合金、镍合金等。黑色金属是目前用量最大、使用最广的材料。在农业机械、化工设备、电力机械、纺织机械中、黑色金属材料约占5%。根据物理性质的不同、金属又可分为轻金属、重金属、高熔点金属、千仓金属材料约占5%。根据物理性质的不同、金属又可分为轻金属、重金属、高熔点金属、稀有金属等。

纯金属的强度较低、很少直接应用、金属材料绝大多数是以合金的形式出现的。合金 是由 一种金属与一种或几种其他金属、非金属熔合在一起生成的具有金属特性的物质。如由铜和锡组成的青铜、铝、铜和镁组成的硬铝等。金属材料一般具有优良的力学性能、可加工性及优异的提他物理特性。金属材料的性质 主要取决于其成分、显微组织和制造 工艺,人们可以通过调整和控制成分、组织结构和工艺、制造出具有不同性能的金属材料。在近代的物质文明中,金属材料如钢铁、铝、铜等起了关键的作用、至今这类材料仍具有强大的生命力。

2. 无机非金属材料

无机非金属材料(morganic non-metallic materials)又称陶瓷材料。指由各种金属元素与非金属元素形成的无机化合物和非金属单质材料。其有悠久的历史。近几十年来得到飞速发展。主要包括传统无机非金属材料(又称传统陶瓷)和新型无机非金属材料(又称精细陶瓷材料),前者指以硅酸盐化合物为主要成分制成的材料。主要是烧结体。如玻璃、水泥、耐火材料、建筑材料和搪瓷等;后者的成分有氧化物、氮化物、碳化物、硅化物等。可以是烧结体。还可以做成单晶、纤维、薄膜和称。具有强度高、耐高温、耐腐蚀等特性,并有声、电、光、热、磁等多方面的特殊功能。是新一代的特种陶瓷,可制备半导体、光纤、电子陶瓷、敏感元件、磁性材料、超导材料等功能材料,用途极为广泛。已遍及现代科技的各个领域。如航天飞机在进入宏和返回大气层时、要经受剧烈的温度变化。在几分钟内表面温度由家温升高到1260℃。用陶瓷作为热绝缘材料。可以保护机体不受损伤,如图1-2所示。

3. 高分子材料

高分子材料(polymer materials)一般是由碳、氦、氧、氮、硅、硫等元素组成的相对分子质量足够高的有机化合物。常用高分子材料的相对分子质量在几千到几百万之间。一般为长链结构。以碳链居多。高分子化合物具有较高的强度、优良的塑性、耐腐蚀、不导电等特性。其发展速度快、已超过了铜铁、水泥和木材等传统材料。

高分子材料包括天然高分子材料和合成高分子材料。天然高分子材料直接来自动、植物体内,如木材、大然橡胶、棉花、动物皮毛等;合成高分子材料则分成塑料、橡胶和合成纤维;大类。涂料和胶黏剂也属于高分子材料。高分子材料正倒着高性能化、多功能化的方向发展,从而衍生出各种各样具有特殊性能或功能的材料,如1.程塑料、导电高分



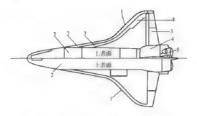


图 1-2 航天飞机上所用的先进结构陶瓷材料 1-增强的碳-碳材料;2-高温冉用的表面绝缘材料;3-Nomex 涂层;4-低温再用的表面绝缘材料;5-金属或玻璃

子、高分子半导体、光导电高分子、磁性高分子、液晶高分子、高分子信息材料、生物医 用高分子材料、离子交换树脂等。对高分子材料进行改性研究,是高分子科学和材料领域 的一个重要方向。合成高分子化合物的品种最多,应用也最广。

4. 复合材料

复合材料(composites)是由两种或两种以上的不同材料组合而成的一种多相固体材料、通常一种材料为连续相。作为基体。其他材料为分散相、作为增强体。各种材料在性能上互相取长补短、产生协同效应、恢复合材料既保留了原组分材料的特性。又具有原单一组分材料所无法获得的更优异的特性。金属材料、无机非金属材料和高分子材料相互之间或同种材料之间均可形成复合材料。一般按照基体材料的种类分为聚合物基复合材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料。也可按其结构特点分为纤维复合材料、夹层复合材料、细粒复合材料和混杂复合材料。

复合材料在自然界中普遍存在。如树木和竹子为纤维素和木质素的复合体、动物骨骼 为无机磷酸盐和蛋白质胶原的复合体。复合材料使用的历史可以追溯到古代。如人们用稻 阜增强黏上以及漆器。用麻纤维和上漆复合)。而建筑上广泛使用的钢筋混凝土也有上百年 的历史。复合材料这一名词源 F 20 世纪 40 年代发展起来的玻璃纤维增强塑料(即玻璃 例)。现在、复合材料已广泛应用在航空航天、汽车 F 业、化 F、纺织、机械制造、医学 和建筑工程等领域中。

1.2 材料化学的特点

1. 跨学科性

材料化学是多学科交叉的产物。化学工作者利用化学理论从分子水平构筑材料、自主 调节材料的功能、利用化学反应合成各种材料、使化学与材料科学的界限越来越模糊、形成材料化学这一新学科。材料化学既是化学学科的一个分支、又是材料科学的重要组成部分、其内容涉及化学的所有次级学科。如无机化学、有机化学、物理化学、分析化学等。 是这些学科在材料研究中的具体运用。

材料化学天牛是跨学科的。材料化学与其他学科的结合,在20世纪获得了各式各样的合成材料。新材料的发展、往往源于其他科学技术领域的需求,这促进了材料化学与物理学、生物学、药物学等众多学科的繁密联系。材料合成与加工技术的发展不断地对诸如生物技术、信息技术、纳米技术等新兴技术领域产生巨大影响。通过分子设计和特定的工、可以使材料具备各种特殊性质或功能、如高强度、特殊的光性能和电性能等。这些材料在现代技术中起着关键作用。如高速计算机芯片和固态激光器材料是一种复杂的三维复合材料,是通过运用各种合成手段、以纳米微米尺度把不同性能的材料组合起来而得到的。随着材料的不断发展、对化学分辨力的要求将越来越高,人们必须在纳米尺度下对材料进行化学合成、加工和操控。这对于新材料以及现有材料、都提出了更精准的制备要求,同时还要考虑成本的控制和对环境的影响。特别是在纳米技术领域、需要发展出一些新的合成技术、如气相、液相和固相催化反应技术。此外、新型自组装方法的出现,使由分产组尤自下面上(bottom up)合成纳米结构或其他特殊结构的材料成为可能。

2. 实践性

材料化学是理论与实践相结合的产物,这有别于固体化学。如需要通过实验室的研究 「作深人了解材料的性能,从而指导材料的发展和合理使用,通过不断改进 I 艺来提高材料的性能、质量,并降低成本,以及材料变为器件或产品要解决的一系列 L 程技术问题, 也都需要理论和实践的结合。一方面理论指导实践、另一方面实践又促进了理论的进一步发展。

1.3 材料化学在各领域的应用

材料化学已渗透到现代科学技术的众多领域,如电子信息、生物医药、环境能源等、这些领域的发展与其密切相关。

1. 生物医药领域

材料化学和医药学的合作已取得了巨大的进步。材料可植人人体作为器官或组织的修补或替代品,但材料进入体内,有可能涉及生物过程和生化反应,引起不良反应。为此、必须从结构和组成上对材料进行改性,使其具备良好的生物相容性。通过材料化学与生物学的研究,开发出特殊用途的金属合金和聚合物涂层,以保护人体组织不与人工骨头置换体或其他植人物相排斥。现在,已经有很多生物医用材料可以植入人体内并保持多年而无不良影响。此外,材料化学对于生物应用中的分离技术也产生了显著影响,如人造肾脏、血液氧合器、静脉过滤器以及诊断化验等。生物相容高分子材料已在药物、蛋白质及基内的控制释放方面获得了应用。目前人们正进行大量的研究,以开发用于医学诊断的新材料。将来,材料化学的研究可能会涉及原位药物生成、类细胞系统等。得益于材料化学最新进展的新型传感器,将会给人类健康带来极大的帮助。

2. 电子信息领域

先进的计算机、信息和通信技术离不开材料和成形工艺的支撑。而化学在其中起了巨



大的作用。现代芯片制造设施通过化学过程如光致抗蚀、化学气相沉积、等离子体刻蚀等,使简单的分子物质转化成具有特定电子功能的复杂:维复合材料。电子及光学有机材料的相互渗透,通过光子晶格对光进行模拟操控,是未来发展的一个方向。材料化学还促进了光子电路和光计算等新领域的发展。

3. 环境和能源领域

随着世界人口的持续增长和生活水平的提高,发展中国家对环境保护的重视不断增加。为了减少对现有资源的使用、必须开发新技术、发展低消耗的清洁能源。在发展光伏电池、太阳能电池、燃料电池的过程中、材料化学起了关键的作用。日常生活中、塑料包装或容器被广泛使用,但其大量寿置对环境造成了严重破坏、随着对环保的关注,开发可回收和可生物降解材料将成为材料化学的一个重要任务。食品包装材料要求安全无毒、利用补化学技术可以开发新的包装材料、如添加感应材料以显示食物质量或储存条件、这 将为食品安全提供更有效的保障

4. 结构材料领域

结构材料是材料化学涉及最多的一个领域。材料合成与加工技术的发展使现代汽车和 飞机更加安全、轻便和节油。基于材料化学所发展出来的特种涂料,具有防腐、隔离保护、美化等功能,可在结构材料上使用。材料设计制造过程中,需要把材料的化学成分结 特与合适的工艺条件有机地结合起来。通过材料化学与相关学科的协同努力,未来可能制 备出集感觉、反馈、自愈功能于一体的智能化结构材料。

1.4 材料化学的作用

材料的功能和用途取决于物体的状态和结构,但其原始基础在于构成物体的功能分子的种类及其结构。材料化学在研究开发新材料中、采用化学理论和方法来研究功能分子以及由功能分子所组成材料的结构与功能、使人们能够自主地设计新型材料。20 世纪材料化学所取得的巨大进展,可以证明化学是新型材料的源泉。也是材料科学发展的推动力。从硝酸纤维到尼龙、涤纶、再到观在的各种各样的合成纤维、从硅、锗到砷化镓、磷化铜、纤维到尼龙、涤纶、再到观在的各种各样的合成纤维、从硅、锗到砷化镓、磷化铜、纤维、每个进步都有相同的过程;针对已发现的问题进行改进、总结已知材料的结构。设计新的结构,研究新的化学反应、经过不同原料的选择、找出可行的下艺。在21 世纪、人类对各种带特殊功能的先进材料的需求会越来越大。尽管利用的是材料的物理性质、但这些物理性质都是由材料的化学组成和结构所决定的,所以、材料化学在指导新材料的研窗与开发下作中将发展不可转代的重要作用。

材料化学是研究材料制备、组成、结构、性质及其应用的一门科学、既是材料科学的一个重要分支,也是材料科学的核心内容、还是化学学科的一个组成部分、因此材料化学具有明显的交叉、边缘学科的性质。材料化学的主要内容,包括材料的化学组成及结构、相关的化学理论、材料的制备、材料的性能及更为具体的金属材料、非金属材料、高分子材料、复合材料等。材料化学是化学类、材料类专业的一门重要的基础课程。对于从事材料研发、化学研究与制备以及从化学角度提出问题、分析问题、解决问题具有重要的意义。

第2章

化学基础知识



知识要点	掌握程度	相关知识
化学热力学	熟悉热力学第一定律、热力学第二 定律及热力学第二定律的内容及其应 用: 掌握共力学基本方程: 理解協學 示量的概念, 了解偽學亦量的应用; 清楚多组分系统和平衡的特点; 掌握 化学反应方向及限度的判定依据	盖斯定律、基希霍夫公式、热力等 基本方程、偏摩尔曼, 拉乌尔定律、 亨利定律、理想稀溶液的依数性、标 准平衡常数、化学平衡的移动
化学反应动力学	掌握化学反应速率的概念,掌握浓度对反应速率的影响及有关计算,初步掌握反应速率方程的积分形式,了解化学反应的相关机理	阿票尼乌斯方程、基元反应、复合 反应、活化能、稳态近似处理、平衡 态近似处理、质量作用定律
表面与界面	掌握表面张力的概念及其计算,了 解分散度对系统物理化学性质的影响,掌握表面现象及其相关计算,清 趁界面的吸附作用	表面张力、分散度、润湿现象、杨 氏方程、毛细管现象、界面吸附的古 布斯方程、物理吸附、化学吸附
电化学基础	掌握电解质溶液的导电机理及其相 应计算, 档态电化字系统, 掌握能斯 特方程及其相应计算, 了解电化学反 应的速率及其影响因素	电导率、摩尔电导率、离子独立运动定律、活度、捻拜 体克尔极限公式、电池反应、极化、超电势
相平街与相图	理解相平衡的概念,掌握相律、杠 杆规则的内容及其相关计算,掌握单 组分系统相图及二组分匀晶、共晶相 图,了解二组分包晶、偏晶相图等	相律、自由度、步冷曲线、共分析 去、单组分系统相图、二组分系统 相图



导入案例

1999 年, 诺贝尔化学奖授予艾哈迈 泽维尔(埃及 美国双重国籍),以表彰他使用 飞秒(s, l, 的千万亿分之一,即l0 s)技术对化学反应过程的研究。使用超短激光技术,使人类能研究和预测重要的化学反应, 给镇领战带来了一场革命。人类可以像现看"慢动作"那样观察处在化学反应过程中的原子和分子的转变状态,从根本上改变了人 果对化学的认识

现在的激光器可达 6fs, 功率可达 GW(吉瓦、 10^9W) $\sim TW$ (太瓦、 $10^{12}W$) 级。我国



图 2-1 飞秒光纤激光器

从 1994 年开始研究, 现在已有了自己的飞 粉激光器, 如图 2-1 所示。2001 年 7 月我 国成功地将 5-4 TW/46fs 级小型超短光来 系统大幅度升级到 15 TW/fs 级的更高层 次, 标志着我国在国际前沿开放场强超 激光与物质相互作用领域等的研究达到了 国际一流水平。利用飞秒化学对 HI 光解反 应过渡态的研究表明, 此反应在 100fs 进入 过渡态, 200fs 就光解了; 对 Nal 光解反应 的飞秒化学研究表明, 在光解中共价键与 高子键存在共振交叉; 又如丙酮光解反应 生成(CH,CH()等。

超快电子桌和飞粉 X 脉冲技术、化学反应的控制和选键化学(激光桌可打破键,但 不能打破指定的键)、生物分子动态学(如视觉的基元步骤,光合作用、蛋白质配体动力学、电子质子转移过程、DNA 双螺旋结构等) 足飞粉化学今后的主要研究方向。

物理化学是从物质的物理现象和化学现象的联系人手,探求化学变化及其规律的一门 科学。其借助数学、物理等基础科学的理论及实验手段,研究化学变化中最普遍的宏观、 微观规律和理论,是化学的理论基础。本章主要介绍与材料密切相关的物理化学知识,主 要包括化学热力学、化学动力学、表面与界面化学、材料电化学等。

2.1 化学热力学

化学热力学以热力学的三个定律为理论基础,研究物质系统发生状态变化、相变化和 化学变化过程的方向与限度等问题,即系统的热力学平衡规律及物质变化过程的可能性。

2.1.1 热力学第一定律

封闭系统发生状态变化时,其热力学能的改变量 ΔU 等于变化过程中系统与环境所交换的热 Q 及功 W 之和,可用下式表示

 $\Delta U = Q + W$ (2 1)

对于微小过程变化有

$$dU = \delta Q + \delta W$$
 (2 - 2)

功W包含体积功和非体积功W'、表面功、电功等都是非体积功。体系的基本热力学 函数有八个,即热力学能U、焓H、熵S、亥姆霍兹函数A、占布斯函数G以及压力p、 体积V、温度T.

1. 热力学第一定律在相变化过程中的应用

相变指系统发生聚集状态的变化(包括气化、凝固、熔化、凝华及晶型转化等)。在恒温恒压无非体积功时、系统发生的相变焓等于恒压热、即

$$Q_p = \Delta H \tag{2-3}$$

系统在恒温恒压下由α相变化到β相,则过程的体积功为

$$W = -p(V_s - V_a)$$

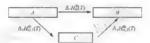
若β为气相, α为凝聚相, 因 $V_s \gg V_s$, 故 $W = -pV_g$ 。

相变过程执力学能为

$$\Delta U = Q_p + W = \Delta H - p(V_p - V_q) \qquad (2-4)$$

2. 蒸斯定律

·个化学反应,不管是·步完成或经数步完成,反应的标准摩尔焓变相同。根据盖斯 定律,可由若干已知的标准摩尔焓变求出未知的标准摩尔焓变。对于如下过程;



有 Δ , $H_{n}^{s}(T) = \Delta$, $H_{n}^{s}(T) + \Delta$, $H_{n}^{s}(T)$, 其中 Δ , $H_{n}^{s}(T)$ 为化学反应过程中的标准摩尔熔变,可由物质 B 的标准摩尔生成熔变 Δ , $H_{n}^{s}(T)$ 计算,

$$\Delta_{r}H_{m}^{\theta} = \sum \nu_{B}\Delta_{I}H_{m}^{\theta} \qquad (2-5)$$

也可由物质 B 的标准摩尔燃烧焓 Δ $H^{e}(T)$ 计算,

$$\Delta_{\bullet} H_{n}^{\Theta} = -\sum_{\nu_{B}} \Delta_{\bullet} H_{n}^{\Theta} \qquad (2-6)$$

298, 15K 下的 Δ/H^e (T)或 Δ/H^e 可以由手册查出。

3. 基希霍夫公式

当反应温度不在常温(298.15K)时,可利用盖斯定律设计、计算任意温度T时的 Δ . $H^0_c(T)$,如下所示。



计算公式为

$$\Delta_{r}H_{m}^{\theta}(T) = \Delta_{r}H_{m}^{\theta}(298.15K) + \int_{298.15K}^{T} \sum_{n} \nu_{B}C_{p,m}^{\theta}(B)dT$$
 (2-7)



七中

$$\sum_{y} \nu_{B} C^{\theta}_{\rho,m}(B) = y C^{\theta}_{\rho,m}(Y) + z C^{\theta}_{\rho,m}(Z) - a C^{\theta}_{\rho,m}(A) - b C^{\theta}_{\rho,m}(B)$$

若 T2=T, T1=298.15K,则上式变为

$$\Delta_r H_m^{\Theta}(T_z) = \Delta_r H_m^{\Theta}(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \sum_{\nu} \nu_B C_{\rho,m}^{\Theta}(B) dT$$
 (2-8)

式(2-8)称为基希霍夫公式,可计算任意温度T时的 $\Delta_r H_m^6(T)$ 。

2.1.2 热力学第二定律

热力学第二定律的表达方式有多种, 但实质都表示自然界中一切自发过程均为不可逆的, 数学表达式可由过程的熵变来描述。熵定义为可逆过程的热温熵, 即

$$dS = \frac{\delta Q_r}{T} \tag{2-9}$$

$$\Delta S = \int_{A_1}^{B} \frac{\delta Q_r}{T} \tag{2-10}$$

应用熵变可以判断某一过程的可逆或不可逆:

$$dS \geqslant \frac{\delta Q}{T} \begin{pmatrix} > \overline{T} & 0 \\ = \overline{J} & \overline{W} \end{pmatrix}$$
 (2-11)

$$\Delta S \geqslant \int_{1}^{B} \frac{\delta Q}{T} = \begin{pmatrix} > \pi \, \vec{\text{o}} \, \vec{\text{w}} \\ -\eta \vec{\text{I}} \quad \vec{\text{w}} \end{pmatrix}$$
 (2 - 12)

在绝热或隔离系统发生的变化过程, 因 δQ=0, 所以有

$$dS_{\text{他热}} \geqslant 0 \quad \begin{pmatrix} > \overline{\Lambda} \, \overline{J} \, \underline{\psi} \\ = \overline{\eta} \quad \underline{\psi} \end{pmatrix} \tag{2-13}$$

啦

$$\Delta S_{\text{Min}} \geqslant 0$$
 $\begin{pmatrix} >$ 不可逆 $\\ =$ 可 逆 $\end{pmatrix}$ (2-15)

以上公式表明、系统经绝热过程由一个状态变化到另一状态时,熵值不减少,这就是熵增原理。熵增原理表明、存绝热条件下,只可能发生 $dS \ge 0$ 的过程,其中 dS = 0 表示可逆过程, $dS \ge 0$ 表示不可逆过程, $dS \ge 0$ 表示是一位, $dS \ge 0$ 是一位, $dS \ge 0$

对定压变温过程为

$$\Delta S = \int_{A}^{B} \frac{\delta \mathbf{Q}_{k}}{T} = \int_{T_{k}}^{T_{k}} \frac{nC_{k,m}dT}{T}$$
 (2 - 16)

对定容变温过程为

$$\Delta S = \int_{A}^{B} \frac{\delta Q_{V}}{T} = \int_{T_{1}}^{T_{2}} \frac{nC_{V,m} dT}{T}$$
 (2-17)

对于相变化过程。因可逆相变在恒温恒压下进行、非体积功 W'=0、所以 Q_r ΔH 、则

$$\Delta S - \frac{n\Delta H_m}{T} \tag{2-18}$$

对于非平衡温度、压力下的不可逆相变,其 AS 需寻求可逆途径计算,如设计如下过程:



加右

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3$$

2.1.3 热力学第三定律

热力学第二定律给出了熵变的求解方法、但熵的确切值求解需要设定一个基准,这是由热力学第三定律给出的,具体表述为纯物质完美晶体在 0K 时的熵值为零,数学表达式为

将执力学第二, 完建结合起来, 可求出任意温度 T 下物质的规定输为

$$S(T) = S(0K) = \int_{0K}^{T} \frac{\partial Q_t}{T}$$

$$S_m(B,T) = \int_{-h}^{T} \frac{\partial Q_{r,m}}{T}$$

式中, $S_{\pi}(B,T)$ 为物质 B 在温度 T 时的规定熵,标准状态下的规定熵称为标准摩尔熵,通常在手册上可以查到物质 B 的标准摩尔熵 $S_{\pi}^{\mu}(B,\beta,298.15K)$ 。

2.1.4 热力学基本方程

当某热力学封闭系统由、平衡态、可逆转变为另、平衡态时、有 p_{∞} p、 δQ , TdS 代人热力学第一定律得

$$dU = TdS - \rho dV + \delta W', \qquad (2-19)$$

同理, 分别由焓 H U+pV、吉布斯函数 G H TS、亥姆霍兹函数 A U TS 得

$$dH TdS + Vdp + \delta W', \qquad (2 20)$$



$$dA = SdT \quad \rho dV + \delta W' \qquad (2.21)$$

$$dG = -SdT + Vd\rho + \delta W_{\tau}' \qquad (2-22)$$

对上述热力学基本方程作如下讨论:

- (1) 对于封闭体系中发生的可逆过程, $\delta W'=0$,上述公式可相应简化。
- (2) 利用函数的偏微分与微分先后顺序无关,如

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

可得到

$$\left(\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial p}\right)_{S} = \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial S}\right)_{S}$$
 (2 – 23)

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{s} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{s}$$
 (2 - 24)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} \tag{2-25}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \tag{2-26}$$

这四个关系式称为麦克斯韦关系式。

麦克斯韦关系式可以把一些不能直接测量的量用易于测量的量表示出来,并应用于热力学关系式的推导中。如何温下压力对物质熵值的影响可通过体积膨胀系数来计算,体积膨胀系数 $a_v = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_v$,由式(2-26)得 $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_v = -Va_{1,v}$

2.1.5 偏摩尔量

1. 偏摩尔曼的定义

设 X 代表系统的广度性质。如 U、H、S、A、G、V 等。对于多组分均相系统。其值不仅与温度、压力有关。还与系统组成有关。即 $X-f(T,p,n_x,n_x\cdots)$ 。对其进行全域分得

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{p,n_{B}} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T,n_{B}} dp + \left(\frac{\partial X}{\partial n_{B}}\right)_{T,p,n_{C}} dn_{B} \cdots$$
 (2-27)

定义 $X_{\mathbb{R}} = \left(\frac{\partial X}{\partial n_{\mathbb{B}}}\right)_{T \neq n_{\mathbb{R}}}$, $X_{\mathbb{R}}$ 为偏摩尔量、下标 T、p 表示温度、压力恒定; $n_{\mathbb{B}}$ 表示 所有组分均保持不变; $n_{\mathbb{C}}$ 表示除组分 B 外,其余组分(以 C 表示)均保持恒定不变。

若 dT-0, dp-0, 则

$$dX = X_A dn_A + X_B dn_B + \dots = \sum X_B dn_B$$
 (2 - 28)

当 X₈ 为常数时, 积分式(2 28)得

$$X = \sum_{B} n_{B} X_{B} \tag{2 29}$$

2. 偏摩尔量的应用

在恒定温度、压力下,对式(2 29)微分,可得到

$$\sum_{n} n_{\rm B} dX_{\rm B} = 0 {(2-30)}$$

两边除以 $\sum_{\rm B} n_{\rm B}$,因 $\frac{n_{\rm B}}{\sum_{\rm I} n_{\rm B}} = \tau_{\rm B}$ 为组分 B 的摩尔分数,可得

$$\sum_{\mathbf{B}} x_{\mathbf{B}} dX_{\mathbf{B}} = 0 \tag{2-31}$$

式(2 31)称为占布斯 杜亥姆方程,表示混合物或溶液中不同组分的同一偏摩尔量间的关系。偏摩尔占布斯函数又称化学势,定义为

$$\mu_{\rm B} = G_{\rm B} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{\rm B}}\right)_{\rm T, h, n_{\rm B}} \tag{2-32}$$

对于多组分均相系统(混合物或溶液), 吉布斯函数是温度、压力、组分的函数, 即

$$G = f(T, p, n_A, n_B, \sim)$$

对两边微分,可推导出

$$dG = -SdT + Vdp + \sum \mu_B dn_B \qquad (2-33)$$

$$dH = TdS + Vd\rho + \sum_{n} \mu_{B} dn_{B} \qquad (2-34)$$

类似地

$$dU = TdS - pdV + \sum_{B} \mu_{B} dn_{B}$$
 (2 - 35)

$$dA = -SdT - \rho dV + \sum_{n} \mu_{n} dn_{n} \qquad (2-36)$$

式(2-33)~式(2-36)为多组分均相系统的热力学基本方程,它不仅适用于组成可变的均相封闭系统、也适用于敞开系统、如果系统为多组分多相系统、则上述热力学基本方程的右边各式要加和(用 \sum 表示)、如

$$dG = -\sum_{e} S^{e} dT^{e} + \sum_{e} V^{e} dp^{e} + \sum_{e} \sum_{B} \mu_{B}^{e} dn_{B}^{e}$$
 (2-37)

当各相的 T、 b相同时,可简化为

$$dG = -\operatorname{Sd}T + Vdp + \sum_{a} \sum_{B} \mu_{B}^{a} dn_{B}^{a}$$
 (2-38)

$$dU - TdS - pdV + \sum \sum \mu_B^{\epsilon} dn_B^{\epsilon}$$
 (2-39)

利用化学势可以判断系统是否达到相平衡或化学平衡。设系统封闭、但系统内物质可以从 ·相转移到另 ·相,或有此物质可因发牛化学反应而增多或减少时,对于处于热平衡及力平衡的系统。若 $\delta W'=0$ 、由热力学第 ·定律 $dU=\delta Q=pdV$ 、和热力学第 ·定律 $TdS \ge \delta Q$,代人式(2—39)得

$$\sum_{s} \sum_{B} \mu_{B}^{s} dn_{B}^{s} \leqslant 0 \quad \begin{pmatrix} \langle \mathbf{\pi} \mathbf{J} \stackrel{.}{\mathbf{E}} \rangle \\ \mathbf{\Pi} \stackrel{.}{\mathbf{E}} \end{pmatrix} \qquad (2 - 40)$$



这是系统物质平衡判据的一般形式。

1) 相平衡条件

在无非体积功及恒温恒压条件下、若 dn_a 的组分 B 由 a 相转到 β 相,即 $dn_a^a=-dn_a^a$ 。 由物质平衡判据有

$$\mu_{\text{b}}^* dn_{\text{b}}^* + \mu_{\text{b}}^t dn_{\text{b}}^* \le 0 \quad \begin{pmatrix} \le \beta & \xi \\ = \Psi & \tilde{m} \end{pmatrix}$$
 (2 - 41)

因此

$$\mu_B^e - \mu_B^{\theta} \ge 0$$
 (2 - 42)

该式称为相平衡判据。该式表明、在一定 T、p 条件下、若με με 则组分 B 在 α、β 两相中达到平衡; 若με μι 则物质 B 有自发从 α 相转移到 β 相的趋势。

2) 化学反应平衡条件

对于一个化学反应 aA+bB=yY+zZ, 可写成通式:

$$0 = \sum \nu_B B$$

式中,B表示反应物或生成物,以表示反应物或生成物的化学计量数,对于生成物取正值,对于反应物取负值。

将反应进度 dt 定义为

$$d\xi = \frac{dn_b}{\nu_b} \tag{2-43}$$

如反应在均相系统中进行,则 dns=pade,有

$$\sum_{B} \mu_{B} d\hat{n}_{B} = \sum_{B} \nu_{B} \mu_{B} d\xi \leqslant 0 \left(\begin{array}{c} \hat{A} & \hat{B} \\ = \Psi & \tilde{W} \end{array} \right)$$
 (2-44)

式(2-14)为化学反应平衡判据,该判据表明,当 $\sum_{\nu_B \mu_B} < 0$ 时,化学反应有自发进行的趋势,直至 $\sum_{\nu_B \mu_B} = 0$ 时达到平衡。

下面讨论单组分系统相平衡时温度、压力的关系。若纯物质 B' 在温度 T、压力 p 下 F α β 两相间达成平衡,即

$$B^*(\alpha, T, p) \stackrel{平衡}{\longleftrightarrow} B^*(\beta, T, p)$$

则有

$$G_{-}^*(B^*, \alpha, T, p) = G_{-}^*(B^*, \beta, T, p)$$

若改变平衡系统的温度、压力、在T+dT、p+dp 下建立新平衡、即

$$B'(a, T+dT, p+dp) \xrightarrow{\Psi} B'(\beta, T+dT, p+dp)$$

同样地有

$$G_m^*(B^*, \alpha, T, p) + dG_m^*(\alpha) = G_m^*(B^*, \beta, T, p) + dG_m^*(\beta)$$

因业

$$\mathrm{d}G_{\mathrm{m}}^{+}\left(\alpha\right)=\mathrm{d}G_{\mathrm{m}}^{+}\left(\beta\right)$$

将热力学基本方程 dG=-SdT+Vdp 代入得

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{S_{m}^{*}(\beta) - S_{m}^{*}(\alpha)}{V_{m}^{*}(\beta) - V_{m}^{*}(\alpha)} = \frac{\Delta_{o}^{\beta}S_{m}^{*}}{\Delta_{o}^{\beta}V_{m}^{*}}$$

因
$$\Delta S = \frac{\Delta H}{T}$$
, 所以

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_s^2 H_{\eta_1}}{T \Lambda^3 V^2} \tag{2} 45$$

式(2 45)称为克拉佩龙方程、该式表明纯物质在两相(α , β 相)平衡时,其平衡温度 T 与平衡压力 ρ 间的依赖关系。若需保持纯物质两相平衡,则温度、压力不能同时改变、若其中一个量变化,则另一个量必须按克拉佩龙方程相应改变,如纯物质发生气化时,均 有 $\Delta'H_a>0$, $\Delta'V_a>0$, 因此 $\frac{d\rho}{dT}>0$, 即温度升高则蒸气压升高,或压力升高则沸点升高,这是水热合成的理论基础。类似地可推出,对于固体熔化,压力升高则熔点升高,这 競是破压蒸馏提纯的理论基础。

当发生凝聚相
$$\xrightarrow{T_*}$$
气相两平衡时、克拉佩龙方程可写成 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_* H_m^*}{TV_m^*(g)}$,因 $V_*^*(g) \gg V_*^*(f)$, $V_*^*(g)$

若将气体视为理想气体、则 $V_m(g) = \frac{RT}{h}$ 、得

$$\frac{\mathrm{dln}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_{\star} H_{m}^{\star}}{RT^{2}} \tag{2-46}$$

式(2-46)称为克劳休斯-克拉佩龙方程,对该式积分得到

$$\ln R = -\frac{\Delta_{\text{trap}} H_{\text{in}}}{RT} + B \tag{2-47}$$

或

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H_{\text{in}}}{RT} \left(\frac{1}{T_1}, \frac{1}{T_2} \right)$$
 (2-48)

应用上两式可计算相变温度、压力及相变焓变等参量。

2.1.6 多组分系统相平衡

1. 拉乌尔定律

气液平衡时稀溶液中溶剂 A 存气相中的蒸气压 p、等于同一温度下该纯溶剂的饱和蒸气压 p、与溶液中溶剂的摩尔分数 1、的乘积,该定律称为拉乌尔定律,数学表达式为

$$p_A = p_A^* x_A$$
 (2 – 49)

若溶液由溶剂 A 和溶质 B组成。上式可改写成

$$x_B = (p_A^* - p_A)/p_A^*$$
 (2-50)

由于 $_{2,1}<1$. 故 $_{p_1}< p_1$. 因此拉乌尔定律表明,加入溶质后溶剂 A 的饱和蒸气压降低,且降低的程度与溶质 B 的摩尔分数成正比。

2. 亨利定律

在 ·定温度下,稀溶液中易挥发溶质 B 在平衡气相中的分压 p_R 与其在平衡液相中的 摩尔分数 x_R 成正比,该定律称为亨利定律,其数学表达式为

$$p_B = k_{x,B}x_B$$
 (2 - 51)

式中, k. B为亨利系数(单位 Pa), 亨利系数与温度、压力以及溶质和溶剂的性质均有关。



设由易挥发组分 A、B构成的理想液态混合物在一定 T、p F达到气液平衡,则平衡蒸气压为

$$b = b_A + b_B$$

(1) 若两组分都遵守拉乌尔定律,且xA=1-xB、则

$$p - p_A^* x_A + p_B^* x_B - p_A^* + (p_B^* - p_A^*) x_B$$
 (2-52)

(2) 平衡气相组成与平衡液相组成的关系。由分压定义、气相中 A、B 物质的分压 $p_A = y_A p$, $p_B = y_B p$, 而由拉乌尔定律 $p_A = p_A^* x_A$, $p_B = p_B^* x_B$, 得

$$y_A/x_A = p_A^*/p, \ y_B/x_B = p_B^*/p$$
 (2-53)

若 $p_i < p_i$,则有 $p_i p_i$,于是 $y_i < x_i$,则 $s_i < x_i$,即易挥发组分(蒸气压大的组分)在气相中的摩尔分数大于在液相中的摩尔分数,而难挥发组分在气相中的摩尔分数较小。

3. 理想稀溶液的化学势与依数性

理想稀溶液中的溶剂和溶质分别服从拉乌尔定律和享利定律,溶剂的化学势为

$$\mu_{\Lambda}(1) = \mu_{\Lambda}^{\Theta}(1, T) + RT \ln x_{\Lambda}^{-} \qquad (2-54)$$

式中, ph(1, T)为溶剂 A 的标准化学势。溶质 B 的化学势为

$$\mu_{\rm B}(1) = \mu_{\rm B}^{\rm Q}(1, T) + RT \ln \frac{b_{\rm B}}{h^{\rm Q}}$$
 (2 - 55)

理想稀溶液存在依数性质,即溶剂的蒸气压下降、凝固点降低、沸点升高及渗透压的 量值均与溶液中溶质的数量有关,而与溶质的种类无关。对二组分理想稀溶液,溶剂的蒸 与压隆低值为

$$\Delta p = p_A^* - p_A = p_B^* x_B^-$$
 (2-56)

溶液中析出固体时,凝固点的降低值为

$$\Delta T_{i} = T_{i}^{*} - T_{i} = k_{i}b_{B}$$
 (2 - 57)

式中, T: 、T: 分别为纯溶剂和理想稀溶液中溶剂的凝固点。

当溶质不挥发时,溶液沸点升高值为

$$\Delta T_{\rm b} = T_{\rm b} - T_{\rm b}^* = k_{\rm b} b_{\rm B}$$
 (2-58)

式中, T: 、T。分别为纯溶剂和理想稀溶液的沸点。

理想稀溶液的渗透压 II 与溶质的浓度 C。成正比,即

$$\Pi = C_B RT \tag{2-59}$$

理想稀溶液的依数性在溶液制备中有重要作用。如利用加入溶质后溶液凝固点下降。可以制成多种过冷液体。当用半透眼把某一稀溶液与纯溶剂隔开、溶剂将透过膨进入溶液、使溶液的液面不断上升,此为渗透现象。若在纯溶液液面上施加的额外压力大于渗透度,溶液中的溶剂将会通过半透膜渗透到纯溶剂中。该现象称为反渗透现象,利用反渗透现象可以实现稍细粒子从溶液中的分离。

2.1.7 化学反应方向与限度的判据

对于·个化学反应,在给定的条件下,反应向什么方向进行?反应的最高限度是什么?如何控制反应条件,使反应朝人们需要的方向进行?这些是我们在采用化学方法制备材料前,在设计合成工艺参数时需要弄清楚的问题。化学平衡判据就是运用热力学原理研

究化学反应的方向和限度。

将 dn_B ν_B dξ 代入多组分均相系统的热力学基本方程式(2 33)中,得

$$dG = - SdT + Vdp + \sum_{B} \nu_{B} \mu_{B} d\xi$$

若反应在恒温恒压下进行,则有

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{\tau,p} = \sum_{B} \nu_{B} \mu_{B} \tag{2-60}$$

定义编微商 $\begin{pmatrix} \partial G \\ \partial \xi \end{pmatrix}_{T,p}$ $\Delta_i G_a$, $\Delta_i G_a$, 表示在 T、p 一定时,系统的吉布斯函数随反应进度的变化率,可得

$$\Delta_{\rm r}G_{\rm m} = \sum_{\nu} \nu_{\rm B}\mu_{\rm B} \tag{2-61}$$

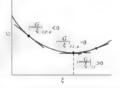
或

$$dG_{T,p} = \Delta_r G_m d\xi \qquad (2-62)$$

将式(2-62)积分得

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G / \Delta \xi \qquad (2 - 63)$$

若以G为纵坐标, ξ 为横坐标作图,可得图 2-2。如图 2-2 所示, $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p}$ 为 $G-\xi$ 曲线的斜率。当 $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p}$ <0,即 $\Delta_i G_m(T,p)$ <0 时、反应向右(ξ 增加的方向)进行;当 $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p}$ <0,即 $\Delta_i G_m(T,p)$ >0 时,反应向左(ξ 减小的方向)进行;当 $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p}$



即 $\Delta G_{\alpha}(T,p)$ ①时、反应达到平衡。这即是化学反应进行的最大限度、因此 ΔG_{α} 是化学反应平衡的重要 图 2-2 吉布斯函數隨反应进度的变化判据,如下式所示:

$$\Delta_{r}G_{m} \leqslant 0 \quad \begin{pmatrix} < \dot{\mathbf{h}} & \dot{\mathbf{g}} \\ = \mathbf{Y} & \check{\mathbf{m}} \end{pmatrix}$$
 (2-64)

- 1. 化学反应标准平衡常数的计算
- 1) 化学反应标准平衡常数

对于化学反应 0 = $\sum \nu_B B$, 若反应物均处于标准态、有

$$\Delta_{\rm r} G_{\rm m}^{\theta}(T) = \sum_{\rm R} \nu_{\rm B} \mu_{\rm B}^{\theta}(T) \qquad (2-65)$$

化学反应标准平衡常数 K⁶(T)定义为

$$K^{\theta}(T) = \exp\left[-\sum_{n} \nu_{B} \mu_{B}^{\theta}(T)/(RT)\right]$$
 (2-66)

结合式(2-65)得

$$\Delta_{c}G_{m}^{\theta}(T) = -RT \ln K^{\theta}(T) \qquad (2-67)$$

뺬



$$K^{\theta}(T) = \exp\left[-\frac{\Delta_r G_m^{\theta}(T)}{RT}\right]$$
 (2 68)

该计算式也适用其他气相、液相和固相反应。值得注意的是、 $\Delta.G_n^0(T)$ 与化学反应方 程的写法有差、 $bK^0(T)$ 也与化学反应方程式的写法有差。

例如合成氨的反应:

反应①:
$$N_{z}(g) + 3H_{z}(g) \longleftrightarrow 2NH_{z}(g)$$
 K_{1}^{θ}
$$\begin{bmatrix} \rho(NH_{*}) \ \rho^{\theta} \end{bmatrix}^{z} \cdot \begin{bmatrix} \rho(NH_{*}) \ \rho^{\theta} \end{bmatrix}^{z} \\ [\rho(N_{z})/\rho^{\theta}] \cdot [\rho(H_{z})/\rho^{\theta}]^{z} \end{bmatrix}$$
反应②: $\frac{1}{2}N_{z}(g) + \frac{3}{2}H_{z}(g) \longleftrightarrow NH_{z}(g)$ K_{2}^{θ}
$$\frac{[\rho(NH_{*})/\rho^{\theta}]}{[\rho(N_{*})/\rho^{\theta}]} \cdot [\rho(H_{*})/\rho^{\theta}]^{z}$$
反应③: $2NH_{z}(g) \longleftrightarrow N_{z}(g) + 3H_{z}(g)$ K_{3}^{θ}
$$\frac{[\rho(N_{z})/\rho^{\theta}] \cdot [\rho(H_{z})/\rho^{\theta}]^{z}}{[\rho(NH_{z})/\rho^{\theta}]^{z}}$$

显然 $K_1^{\Theta} = (K_2^{\Theta})^2 = 1/K_1^{\Theta}$ 。

2) 化学反应标准平衡常数的计算方法

对于化学反应 $0=\sum \nu_{\rm B} {\bf B}$,由式(2-66)所示关系可知,通过 $\Delta_i {\bf G}_{\rm m}^{\rm e}(T)$ 便可计算 ${\bf K}^{\rm e}(T)$ 。

(1) 由 ΔH 、 ΔS 、 C_o 计算 $\Delta G_c^o(T)$ 。对于恒温反应,反应物和产物均处于标准状态下,有

$$\Delta_r G_m^{\Theta}(T) = \Delta_r H_m^{\Theta}(T) - T \Delta_r S_m^{\Theta}(T) \qquad (2-69)$$

由于 298. 15K 时,物质的生成焓 $\Delta_i H_n^*(\mathbf{B}, T)$ 、燃烧焓 $\Delta_i H_n^*(\mathbf{B}, \beta, T)$ 、 $C_p^*(\mathbf{B})$ 可查表 求出。日

$$\Delta$$
, H_m^e (298, 15K) = $\sum_{\nu_B}\Delta_t H_m^e$ (B, β , 298, 15K)
 Δ , H_m^e (298, 15K) = $\sum_{\nu_B}\Delta_t H_m^e$ (B, β , 298, 15K)
 Δ , S_m^e (298, 15K) = $\sum_{\nu_B}S_m^e$ (B, β , 298, 15K)

故可求出 298. 15K 时的标准平衡常数 K^* (298. 15K)。 若温度为 T、可由基希霍夫公式计算 Δ $H^0(T)$,

$$\Delta_{\mathbf{r}}H_{\mathbf{m}}^{\mathbf{e}}(T) = \Delta_{\mathbf{r}}H_{\mathbf{m}}^{\mathbf{e}}(298.15\mathrm{K}) + \int_{\frac{298}{15\mathrm{K}}}^{T} \sum_{\mathbf{R}} \nu_{\mathbf{B}}C_{\rho,\mathbf{m}}^{\mathbf{e}}(\mathbf{B},\boldsymbol{\beta}) \, \mathrm{d}T$$

类似地

$$\Delta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{m}}^{\theta}(T) = \Delta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{m}}^{\theta}(298.15\mathrm{K}) + \int_{298.15\mathrm{K}}^{T} \frac{\sum_{\mathbf{p}} \nu_{\mathbf{p}} C_{\mathbf{p}.\mathbf{m}}^{\theta}(\mathbf{B}, \boldsymbol{\beta}) \, \mathrm{d}T}{T}$$

因此

$$K^{\theta}\left(T\right)\!=\!\exp\!\left[-\frac{\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\theta}\left(T\right)}{RT}\right]\!=\!\exp\!\left[-\frac{\Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}^{\theta}\left(T\right)\!-\!T\Delta_{\mathrm{r}}S_{\mathrm{m}}^{\theta}\left(T\right)}{RT}\right]$$

(2)利用 Δ G^R₁(B, β, T) 计算 Δ₁G^R₂(T)。物质的标准摩尔生成吉布斯函数 Δ₁G^R₂(B, T) 是标准状态下,由元素最稳定单质生成 1mol 物质 B 时的反应的标准摩尔吉布斯函数; 298.15K 时,物质的 Δ₁G^R₂(B, β, 298.15K) 可由手册查出。因此

$$\Delta_{r}G_{n}^{\theta}(T) = \sum_{\nu_{B}}\Delta_{l}C_{n}^{\theta}(B, \beta, T)$$

$$\Delta_{r}G_{n}^{\theta}(T) = \Delta_{r}H_{n}^{\theta}(T) \quad T\Delta_{r}S_{n}^{\theta}(T)$$

$$(2.70)$$

也可以通过设计反应途径计算 $\Delta_i G_n^{\theta}(T)$ 。

2. 化学反应标准平衡常数与温度的关系

由式(2·67)结合吉布斯 亥姆霍兹方程

$$\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{G}{T}\right)\right]_{p} = -\frac{H}{T^{2}}$$

得

$$\frac{\mathrm{dln}K^{\Theta}(T)}{\mathrm{d}T} = -\frac{\Delta_{i}H_{\mathrm{m}}^{\Theta}(T)}{RT^{i}}$$
 (2-71)

式(2 71)称为范特霍夫方程,其定量描述了 $K^*(T)$ 与温度的关系。 $\Delta.H^*_0$ 为常数时,对上式两边积分得

$$\ln K^{\theta}(T) = -\frac{\Delta_{r} H_{m}^{\theta}}{RT} + B \qquad (2-72)$$

3. 化学反应标准平衡常数的应用

对于理想气体混合物的反应,混合物中任意组分 B 的化学势为

$$\mu_{\rm b}(g) = \mu_{\rm b}^{\rm e}(g, T) + RT \ln p_{\rm B}/p^{\rm H}$$
 (2-73)

结合式(2-61)、(2-65)、(2-66)、且反应达到平衡时有 $\Delta G_n^n = \sum_{i} \nu_n \mu_n^n = 0$ 、火 $\nu_n^n = \rho_n^m \cdot \nu_n^m$ 、故得

$$K^{\theta}(T) = \prod (p_{B}^{eq}/p^{\theta})^{\nu_{B}} = \prod (y_{B}^{eq}p^{eq}/p^{\theta})^{\nu_{B}}$$
 (2-74)

式(2-74)为理想气体混合物反应的标准平衡常数的表达式。以 CaCO, 分解反应为例:

$$CaCO_3(s)$$
— $Ca()(s)+CO_2(g)$

标准平衡常数为

$$K^{\Theta}(T) = p^{eq}(CO_2) \cdot p^{\Theta}$$

4. 化学反应方向的判断

对于气体混合物反应,有

$$\Delta_{\rm r}G_{\rm m}^{\rm H}(T) = \sum_{\rm n} \nu_{\rm B} \mu_{\rm B}^{\rm H}(T) + RT \ln \prod_{\rm n} (\rho_{\rm B}/p^{\rm H})^{\nu_{\rm H}} \qquad (2-75)$$

因此

$$\Delta_{r}G_{m}(T) = \Delta_{r}G_{m}^{\Theta}(T) + RT\ln\prod(p_{B}/p^{\Theta})^{\nu_{B}}$$
 (2-76)

此式称为理想气体的范特霍夫等温方程,式中 p_B 为组分 B 的分压。定义

$$J^{\theta}(T) = \prod (p_{\text{B}}/p^{\theta})^{\nu_{\theta}} \qquad (2-77)$$

因此

$$\Delta_{r}G_{m}(T) = \Delta_{r}G_{m}^{\theta}(T) + RT \ln J^{\theta}(T)$$
(2 78)

$$\Delta G_m(T) = -RT \ln K^{\theta}(T) + RT \ln I^{\theta}(T) \qquad (2.79)$$

由式(2 79)可以判断化学反应进行的方向:

(1) 当 $J^{\Theta} < K^{\Theta}$ 时、 $\Delta_r G_m(T) < 0$,正反应自发进行;

- (2) 当 J^θ=K^θ 时, Δ,G_m(T)=0, 反应处于平衡状态;
- (3) 当 $J^{\Theta} > K^{\Theta}$ 时, $\Delta_{r}G_{m}(T) > 0$, 逆反应自发进行。
- 5. 各种因素对化学平衡移动的影响

化学平衡是一种动态平衡,当外界条件发生变化时、平衡就会遭到破坏,使系统内物质的浓度(或分压)发生变化,直到达到新的平衡。这种因外界条件的改变而使反应从旧平衡状态转变到新平衡状态的过程,称为化学平衡的移动。浓度、压力、温度等因素都可以引起化学平衡的移动。

1) 温度的影响

设温度 T_1 、 T_2 时的标准平衡常数分别为 $K_2^{\rm e}$ 、 $K_2^{\rm e}$ 、对范特霍夫方程进行积分、得

$$\ln \frac{K_2^\theta}{K^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T T_1} \right) \quad \text{BR} \quad \lg \frac{K_2^\theta}{K^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{2.300 R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T T_1} \right) \tag{2-80}$$

对放热反应、 $\Delta, H_0^a < 0$. 若升高温度、 $K_0^a < K_0^a$ 、即平衡向逆向移动;若降低温度、 $K_0^a > K_1^a$ 、即平衡正向移动。同理、对吸热反应、升温使平衡常数增大、平衡正向移动;降温使平衡常数减小、平衡逆向移动。总之、系统温度升高、平衡向吸热方向移动、系统温度降低、平衡向放热方向移动、系统

2) 压力的影响

对于理想气体有

$$K^{\Theta}(T) = \prod (p_{\mathbb{B}}^{eq}/p^{\Theta})^{\nu_{\mathbb{B}}} = \prod (y_{\mathbb{B}}p^{eq}/p^{\Theta})^{\nu_{\mathbb{B}}} = (p^{eq}/p^{\Theta})^{\sum \nu_{\mathbb{B}}} \prod y_{\mathbb{B}}^{\nu_{\mathbb{B}}} \qquad (2-81)$$

由于 $K^*(T)$ 只是温度的函数,所以 T 一定时, $K^*(T)$ 也一定。 对压力改变的影响讨论如下,

- (1) 若 $\sum_{n} \nu_{n} B < 0$. 则当 $\rho \uparrow$ 时, $(\rho^{n}/\rho^{n})^{\sum_{n}} \vee \prod_{n} y_{n}^{m} \uparrow$ 平衡正向移动,对生成产物有利;
- (2) 若 $\sum_{B} y_{b}B>0$,则当 ρ * 时, $(\rho \cup \rho^{n})^{\sum_{ln} \phi}$ · $\prod_{B} y_{ln}^{(n)} \phi$ 平衡逆向移动,对生成产物不利;
- (3) 者 $\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mathbf{B} = 0$,则当 ρ 改变时, $(\rho^{n}, \rho^{n})^{\sum_{i_{1}}} \cdot \mathbf{h}$ 最不变,即平衡不因压力改变而发生移动。
 - 3) 惰性气体的影响

惰性气体不参与反应,但其存在会使反应物和生成物气体的分压发生变化,与压力的影响类似;

- (1) 若 $\sum \nu_B B > 0$, 平衡正向移动, 对生成产物有利;
- (2) 若 $\sum_{k} \nu_B B < 0$, 平衡逆向移动, 对生成产物不利;
- (3) 若 $\sum \nu_B B = 0$, 平衡不因惰性气体的存在而发生移动。
- 4) 反应物比例的影响 对于理想气体反应

$$aA(g)+bB(g) \rightarrow yY(g)+zZ(g)$$

可以证明、若反应开始时无产物存在、且两反应物的初始摩尔比等于其化学计量系数比、即 n_8 n_{Λ} b/a 时、平衡时反应进度最大、平衡混合物中产物 Y 和 Z 的摩尔分数也最高。

2.2 化学反应动力学

化学热力学理论较成功地預測了化学反应进行的方向和限度、但是无法判断化学反应进行的快慢、即无法确定反应速率问题。如汽车尾气污染物 CO 和 NO 之间的反应 CO(g) +NO(g) — $CO_s(g)+1/2N_s(g)$,在 298K 时, $\Delta_sG^0_s=-344k$], mol^{-1} ,由热力学分析看,自发进行的趋势很大,但实际反应速率却很慢。要用此反应来治理汽车尾气的污染,还必须研究化学反应速率和影响反应速率的相关因素及反应机理等相关问题。即建立化学动力学理论。不同的化学反应、速率于差万别,炸药爆炸、酸碱中和反应可在瞬间完成,而塑料薄膜在田间降解,则需要几年甚至几十年的时间,即使是同一反应,在不同条件下的反应速率也可能有很大差别。

2.2.1 化学反应速率与浓度的关系

对于化学反应 $\sum v_B B = 0$,化学反应的转化速率定义为

$$\xi = \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{v_B} \frac{\mathrm{d}n_B}{\mathrm{d}t} \tag{2-82}$$

一般化学反应在一定容器中发生、故反应系统的体积不随时间变化、B的浓度用 c_n 表示:

$$c_B = \frac{n_B}{T_C}$$

定义化学反应速率为

$$v = \frac{\dot{\xi}}{V} = \frac{1}{v_0} \frac{\mathrm{d}c_0}{\mathrm{d}t} \tag{2-83}$$

例如,对干反应

$$aA+bB=yY+zZ$$

有

$$v = \frac{1}{a} \cdot \frac{dc_A}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{dc_B}{dt} = \frac{1}{v} \frac{dc_Y}{dt} = \frac{1}{z} \frac{dc_Z}{dt}$$

通过实验可得到上述反应的动力学方程为

$$v_1 = k_1 \epsilon_1^* \epsilon_2^* \tag{2.84}$$

式中, α 、 β 分別称为反应物 A、B的反应级数, \Diamond n α n β , 称为反应总级数。反应级数 表示反应物浓度对反应速率的影响程度, 反应级数可以为零、整数或分数。k、为对反应 物 α 的反应速率常数。

2.2.2 反应速率方程的积分形式

反应速率的微分表达式为



$$v_{\rm A} = -\frac{\mathrm{d}\iota_{\rm A}}{\mathrm{d}t} = k_{\rm A} c_{\rm A}^a c_{\rm B}^a \tag{2-85}$$

其对不同反应有不同的表达形式。

1. 一级反应

当 $\alpha=1$ 、 $\beta=0$ 时, 式(2-85)可以写成

$$-\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{A}}c_{\mathrm{A}} \tag{2-86}$$

当边界条件为t=0时 $c_A=c_{A,0}$, t=t时 $c_A=c_A$, 对式(2-86)进行积分计算、得

$$t = \frac{1}{k_0} \ln \frac{c_{A,0}}{c_A} \tag{2-87}$$

式(2-87)称为 ·级反应的速率方程。从该方程可以看到 $\ln c_x - t$ 为 ·直线,从直线斜率可求出 k_A ,当 $c_A = \frac{1}{2}c_{A0}$ 时,反应所需要的时间 t_1 ,称为半衰期;

$$t_{1,2} = \frac{\ln 2}{k_{\perp}}$$
 (2 - 88)

2. 二级反应

(1) 当 $\alpha=2$ 、 $\beta=0$ 时, 微分速率方程可表示为

$$v_{\Lambda} = \frac{dc_{\Lambda}}{dt} = k_{\Lambda}c_{\Lambda}^2 \tag{2-89}$$

对上式积分得到

$$t = \frac{1}{k_{\Lambda}} \left(\frac{1}{c_{\Lambda}} - \frac{1}{c_{\Lambda,0}} \right)^{1/2}$$
 (2-90)

可见, $\frac{1}{t}$ —t 关系为—直线,由直线斜率可求出 k_{Λ} 。

(2) 当 $\alpha=1$ 、 $\beta=1$ 时,微分速率方程可表示为

$$v_{A} = -\frac{dc_{A}}{dt} = k_{A}c_{A}c_{B} \qquad (2-91)$$

由化学反应方程式可求出反应时间t与 c_{Λ} 、 c_{B} 间的关系,然后求解得到t:

$$t = \frac{1}{k_{\lambda} (\epsilon_{\lambda,0} - \epsilon_{B,0})} \ln \frac{(\epsilon_{\lambda,0} - \epsilon_{\lambda}) \epsilon_{B,0}}{(\epsilon_{B,0} - \epsilon_{\lambda}) \epsilon_{\lambda,0}}$$
(2-92)

式中, c_X 为t时刻反应物 A、B反应掉的浓度。

3、n级反应

假定只有一种反应物 A, 则 n 级反应的微分速率方程可表示为

$$v_{\Lambda} = -\frac{\mathrm{d}c_{\Lambda}}{\mathrm{d}t} = k_{\Lambda}c_{\Lambda}^{n} \tag{2-93}$$

积分得到

$$t = \frac{1}{k_1(n-1)} \left(\frac{1}{\epsilon^{n-1}} - \frac{1}{\epsilon_{n-1}^{n-1}}\right) \quad (n \neq 1)$$
 (2-94)

【例 2-1】 已知反应 A + 2B + C ←→ Y, 反应开始时 $c_{A,o} = 0.1 \text{mol} \cdot L^{-1}$, $c_{B,o} = 0.2 \text{mol} \cdot L^{-1}$, $c_{C,o} = 0.2 \text{mol} \cdot L^{-1}$, $c_{C,o} = 0.2 \text{mol} \cdot L^{-1}$, 涉得 A 反应一半所需时间为 100 min, 求 A 的转化率

达90%时所需的时间。设反应对A为一级,对B为一级,对C为0级。

解:由所设定的条件,得反应的速率方程为

又 $c_{A,0} = \frac{1}{2} c_{B,0}$ 符合计量系数比,故 $c_B = 2c_A$,即

$$-\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}t} = 2k_{\mathrm{A}}c_{\mathrm{A}}^{2}$$

积分得

$$2k_{\Lambda}t = \frac{1}{c_{\Lambda}} - \frac{1}{c_{\Lambda,0}}$$

丽 $t_{1/2} = \frac{1}{2k_A c_{A,0}}$,所以 $k_A = \frac{1}{2t_{1/2} c_{A,0}} = \frac{1}{2 \times 100 \times 0.1} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} = 5.0 \times 10^{-2}$ mol · L⁻¹ · min⁻¹ ,代人积分或得 t = 900 min 。

2.2.3 化学反应机理

化学反应并非都是由反应物直接生成生成物。而是分岩十真实步骤进行的,这些步骤 称为基元反应,基元反应速率与反应中各反应物浓度的新乘积成正比,这一规律称为基元 反应的质量作用定律,其中各反应物浓度的新指数为反应物的系数。例如对于反应

$$A+B-Y$$

若反应机理为 A、B 首先生成中间产物 D、然后 D 再反应得到最终产物 Y、则可用下式表示反应历程:

$$A+B \stackrel{k_1}{\underset{k=1}{\longleftarrow}} D$$

$$D \xrightarrow{k} Y$$

式中, k, k, k, 为基元反应速率常数。根据质量作用定律应有

$$-\frac{dc_{\Lambda}}{dt} = k_1 c_{\Lambda} c_{B} - k_{-1} c_{D}$$
 (2-95)

$$-\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}t} = k_{-1}c_{\mathrm{D}} - k_{1}c_{\mathrm{A}}c_{\mathrm{B}} + k_{2}c_{\mathrm{D}} \tag{2-96}$$

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{Y}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{z}}c_{\mathrm{D}} \tag{2-97}$$

1. 阿累尼乌斯方程

阿累尼乌斯通过实验研究,提出了温度 T 对反应速率常数 k 的影响频律。

$$k = Ae^{-\frac{E}{R^2}} \tag{2-98}$$

式(2 98)称为阿累尼乌斯万程。式中, A 为指前因子; E, 为活化能,是非活化分子转变为活化分子所需要的能量。在温度范围不太宽时,阿累尼乌斯方程适用于基元反应和许多总反应,将其对温度 T 积分可得

$$\ln \frac{k_2}{k_1} - \frac{E_s}{R} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ T_1 & T_2 \end{pmatrix} \tag{2 99}$$



或

$$\ln k = -\frac{E_s}{RT} + \ln A \tag{2-100}$$

实际计算时,往往将 $\ln \frac{1}{T}$ 关系作图、从直线的斜率和截距、分别求出 E。和 Λ 。活 化能是表示化学反应进行程度的物理量、在实际反应时往往加入催化剂降低反应的活化能、以提高反应速率。

2. 复合反应及其反应速率的近似处理

化学反应一般不是单一的,而是两个或两个以上基元反应的组合,这种反应称为复合 反应,通常有平行反应、对行反应和连串反应等,其化学反应速率的表达式比较复杂,往 往需要作近似处理。如由对行反应与连串反应组合而成的复合反应,其反应历程如下;

$$A \stackrel{k_1}{\longleftrightarrow} B \stackrel{k_2}{\longrightarrow} Y$$

试建立并求解其速率方程,首先根据基元反应的质量作用定律,有

$$-\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{I}}c_{\mathrm{A}} - k_{\mathrm{eq}}c_{\mathrm{B}} \tag{2-101}$$

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{B}}}{\mathrm{d}t} = k_{1}\epsilon_{\mathrm{A}} - (k_{-1} + k_{2})\epsilon_{\mathrm{B}} \tag{2-102}$$

$$\frac{\mathrm{d}\epsilon_{Y}}{2} = k_2 c_{\mathrm{B}} \tag{2-103}$$

求辦連率方程时,可根据連率常数 k_1 、 k_{-1} 、k 的相对大小分别采用稳态近似处理和平衡态近似处理方法。

若 $k_1 \ll k_{-1} + k_2$,即假定复合反应的中物 B 非常活泼,在反应过程中没有积累,则可用数学式近似表达为 $\frac{dc_B}{dt} = 0$ 。

这种假定中间物浓度不随时间而改变的处理方法, 称为稳态近似处理, 应用该近似

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{B}}}{\mathrm{d}t} - k \ \epsilon_{\mathrm{A}} - (k_{-1} + k_{\mathrm{T}})\epsilon_{\mathrm{B}} - 0 \tag{2-104}$$

$$c_{\rm B} = \frac{k_1 c_{\rm A}}{k_{-1} + k_2} \tag{2-105}$$

可求得

$$-\frac{dc_{\Lambda}}{dt} = \left(k_1 - \frac{k_1 k_{-1}}{k_{-1} k_2}\right) c_{\Lambda}$$
 (2-106)

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{Y}}}{\mathrm{d}t} = \frac{k_{1}k_{2}}{k_{1}+k_{2}} c_{\mathrm{A}} \tag{2-107}$$

可见,采用稳态近似处理可大大简化速率方程的求解。

若 k, ≫ k, 及 k , ≫ k, 、即在复合反应中假定 B \xrightarrow{k} Y 为速率控制步骤,在此步骤之前的对行反应能较快地达到平衡,即

$$\frac{c_B}{c_A} = K_c = \frac{k_1}{k_{-1}}$$

$$\frac{dc_Y}{dt} = k_2 c_B = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} c_A$$

4

$$k = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$$

MI.

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{Y}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{A}}c_{\mathrm{A}} \tag{2-108}$$

式中, b、为复合反应的表观读率常数, 络 b、的表达式取对数得

$$\ln k_{A} = \ln k_{1} + \ln k_{2} - \ln k_{-1}$$

对温度 T微分,有

$$\frac{\mathrm{dln}k_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{dln}k_{\mathrm{1}}}{\mathrm{d}T} + \frac{\mathrm{dln}k_{\mathrm{2}}}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{dln}k_{-1}}{\mathrm{d}T}$$

由阿累尼乌斯方程 $\frac{d \ln k_{\Lambda}}{dT} = \frac{E_{a}}{RT^{2}}$, 得

$$\frac{E_{s}}{RT^{2}} = \frac{E_{1}}{RT^{2}} + \frac{E_{2}}{RT^{2}} - \frac{E_{-1}}{RT^{3}}$$

即

$$E_{2} = E_{1} + E_{2} - E_{-1} \tag{2-109}$$

式中,E、E、E,E,D别为复合反应中每个基元反应的活化能,E,为复合反应的活化能。

实际中影响化学反应速率的因素很多、除反应物的浓度、反应温度、压力等因素外。 还受到反应介质、物质供给和排出、催化剂、外场等其他因素的影响、要根据情况具体分 析,以获得最佳反应谏率。

2.3 表面与界面

材料的许多性质如耐蚀性、耐磨性、硬度等均与材料的表面密切相关。因此学习材料 的表面和界面知识非常重要。人们将存在于两相间厚度为几个分子大小的薄层称为界面 层, 简称界面, 有液-气、固-气、固-液、液-液、固-固等界面, 通常把固-气界面及液-气界面称为表面.

界面层两侧不同相中分至间作用力不同、使界而层中分至处于不对称力场、故表面呈 现自动收缩或伸展的趋势。同时由于界面上不对称力场的存在,界面层分子有自发与外来 分子发生化学或物理结合的趋势,以补偿力场的不对称性,由此产生一些特殊的表面现 象,如毛细管现象、润湿作用、液体过热和过冷、蒸气过饱和、吸附作用等。图 2 3 所 示为日常生活中的界面现象。



(a) 曙光晚霞



(b) 碧海蓝天



(c) 南商



(d) 高珠

图 2-3 日常生活中的界面现象



2.3.1 表面张力

以液气组成的系统为例,由于表面不对称力场的存在、液体表面的分子受到一个指向体相的拉力、若扩大液体的表面积、则环境必须对系统做功、这种功称为表面功、表面功是非体积功、在可逆条件下、环境对系统做的表面功 W, 与系统增加的表面积 dA. 成正比、即

$$\delta W_z' = \sigma dA_z$$
 (2 – 110)

式中、 ∂W ,为表面功 $(N \cdot m^{-1})$ 、 σ 为表面张力 $(N \cdot m^{-1})$ 。表面张力 ·般随温度和压力的增加而降低,并符合以下规律。

 $\sigma(金属键) > \sigma(离子键) > \sigma(极性共价键) > \sigma(非极性共价键)$

2.3.2 分散度对系统物理化学性质的影响

采用固相法合成材料时,往往将固相大颗粒分散成非常细小的微粒;采用液相法合成材料时,从液相析出的新相(核)也是尺寸很小的微粒,微小颗粒与大块材料具有不同的物理化学性质。分散度是指物质被分散成细小微粒的程度,因此研究分散度对系统性质的影响对于化学制备材料非常重要。

由于表面功 $\delta W' = \sigma dA$.,则对于分散系统有

$$dG = -SdT + Vdp + \sigma dA_s + \sum \mu_P dn_P$$

在恒温、恒压、定组成条件下有

$$dG_{T,a,n} = \sigma dA. \tag{2-111}$$

由于 dG_{1,m_a} <0时体系发生自发过程。所以在上述条件下使表面收缩(A, 诚小)或吸 關外來分子使 α 凝低的过程都会自发进行。这是产生表面现象的热力学内因。

分散度通常用比表面积 a_v 或 a_w 表示,为物质的表面积 A_v 与体积 V 或质量 m 之比,即

$$a_V = \frac{A_s}{V}$$
 \overline{R} $a_m = \frac{A_s}{m}$

当物质处于高度分散状态后,其表面焓增大,物质稳定性降低。分散度对物质性质的 影响如下。

1. 分散度大小与蒸气压的关系

当颗粒被高度分散后,颗粒半径大大减小,这时其蒸气压与同物质大颗粒的蒸气压不同,颗粒半径越小,蒸气压越大,其关系可用开尔文公式表示为

$$\ln(p_r/p_R) = [2M\sigma/(RT\rho)] (1/r - 1/R) \qquad (2-112)$$

式中·R、r分別为球形大液滴和小液滴的半径·M、 σ 、 ρ 分別为物质的摩尔质量、表面张力和密度。此式对液滴、固体颗粒都适用。

若 R ▶∞,即液面为平面,此时蒸气压用 p。表示,则有

$$ln(p_r/p_o) = 2M\sigma/(\rho RTr) \qquad (2 113)$$

可见, r越小, 颗粒的蒸气压越大。对于凹形液面, r<0; 对于凸形液面, r>0。因此由 上式可得知, 凸形液面蒸气压最大, 平液面蒸气压居中, 凹形液面蒸气压最低。

2. 新相生成与颗粒分散度的关系

当采用物理、冶金或化学方法制备材料时,首先生成微小的晶核,然后再发生 晶核的长大,由于新生相的颗粒小、比表面积大、表面自由能高,体系处于亚稳状 态。此时物质的熔点、沸点、溶解度都与物质的分散度有关,并由此产生一些特殊 现象。

- (1) 过饱和现象; 当饱和溶液冷却时, 随着温度下降, 溶质的溶解度降低, 此时应有晶体析出, 但因新析出的晶粒尺寸很小, 且其溶解度较正常情况下偏大, 因而又被溶解, 导致溶液讨饱和.
- (2) 过冷现象;当熔体冷却到正常凝固点 T. 时、晶体本应从液相中析出、但由于新相的晶粒很小、蒸气压较大、需在更低的温度 T(T < T)时才能凝固、故实际熔体的凝固点比理论值低、这种现象称为过冷现象、把 $\Delta T = T T$ 称为过冷度。

以上过饱和溶液、过冷熔体是一种热力学不稳定状态。但在一定条件下能长期存在、称为亚稳状态。亚稳状态能长久存在是基于动力学原因、虽然从热力学角度考虑、亚稳状态有自发变成稳定状态的趋势。但实际进行中需要克服一定的活化能、如果活化能太高、过程进行的速度就很慢甚至为零。因此体系就能长期处于亚稳状态。生产中经常遇到亚稳状态。有时需要保护、有时需要破坏、如非晶体材料制备就是将材料高温熔融后迅速冷却,使晶格排列长程无序,从而形成非晶态亚稳结构。使材料的耐腐蚀性能和力学性能得以提高。金属材料退火处理是为了消除淬火等处理所产生的一些不平衡相、使材料的内部组织重新达到平衡状态。

2.3.3 表面现象

1. 表面现象与界面吸附

1) 润湿现象

润湿是指固体表面 1.的气体(或液体)被液体(或另一种液体)取代的现象、根据润湿情况的不同,分沾湿、浸湿、辅展:种情形。润湿现象 pd / συρ

是由于液体取代过程中体系占布斯函数变化情况不同 所致。



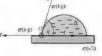


图 2-4 接触角示意图

 $\sigma(s/g) - \sigma(s/1) + \sigma(1/g)\cos\theta$

(2 - 114)

称为杨氏方程。当 θ <90°、为洞湿; θ >90°、为不润湿; θ =90°、为完全润湿。湿润理论在材料复合、表面处理、材料分离、烧结助剂选择等方面有着重要的应用价值。

2) 毛细管现象

将毛细管插入液面后,会发生液面沿毛细管上升(或下降)的现象。称为毛细管现象。



图 2-5 毛细管半径与液面曲率半径的关系

岩液体能润湿管壁,即 θ < 90° 、液体将自动在毛细管中上升、液面呈凹形;岩液体不能润湿管壁。即 θ > 90° 、液体将在毛细管中下降,管内液面呈凸形。如图 2-5 所示,该现象产生的原因是毛细管内的弯曲液面存在附加力 $\Delta \rho$, $\Delta \rho$ 指向凹液面的中心。因此管外液体被压入管内,上升的溶拌的高度为

$$h = \frac{2\sigma\cos\theta}{\alpha\sigma R} \tag{2-115}$$

式中, σ为液体表面张力, ρ为液体密度, g 为重力加速度。

2.3.4 界面吸附作用

1. 界面吸附去布斯方程

在溶剂中加入溶质,溶液的表面张力会发生改变,导致溶质在表面的富集或贫乏。将 溶质在界面层的浓度高于体相中浓度的现象称为正吸附,反之称为反吸附,将单位面积界 而层中物质浓度与内部浓度之差称为表面吸附量 P.。即

$$\Gamma_{\rm B} = \frac{n_{\rm B}^{\rm c}}{A_{\rm S}}$$
 (2 - 116)

吉布斯用热力学方法导出了。与表面张力 σ 及溶质活度 α s 的关系为

$$F_{\rm B} = -\frac{\alpha_{\rm B}}{RT} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \alpha_{\rm B}} \right)_{\rm T} \tag{2-117}$$

当溶液很稀时, 可用物质的量浓度 c_B 代替活度 α_B, 上式变为

$$\Gamma_{\rm B} = \frac{\epsilon_{\rm B}}{RT} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \epsilon_{\rm B}} \right)_{\rm T} \tag{2-118}$$

该式称为界面吸附的吉布斯方程。

2. 固体表面对气体的吸附

宏观上光滑如镜的金属表面。从原子尺度看却是十分粗糙的。存在着平台、台阶、扭 折、位错、参层原子形成的"峰与谷"以及表面杂质和吸附原子等。 固体表面层由此具有 过剩表面能。 为降低表面能。 固体表面将自发地利用其未饱和的自由价来捕获气相或液相 中的分子,使之在固体表面高集。 这一现象称为固体对液体或气体的吸附,被吸附的物质 称为吸附质,起吸附作用的物质称为吸附剂。

按吸附作用的性质不同,可将吸附分为物理吸附和化学吸附,其主要区别见表 2-1。

项目	物理吸附	化学吸附	项目	物理吸附	化学吸附
吸附力 吸附分子层 吸附温度	分子间力 多分子层或单分子层 低	化学键力 单分子层 高	吸附热 吸附速率 吸附选择性	小 快 无或很差	大 慢 有

表 2-1 物理吸附与化学吸附的区别

1) 兰格缪尔单分子层吸附理论

该理论假设;固体表面对气体的吸附是单分子层;固体表面均匀;被吸附的气体分子 间无相互作用力;吸附是动态平衡过程。在此假设基础上,气体 A 在固体表面 M 的吸附 过程为

$$A + M \stackrel{k}{\longleftrightarrow} A M$$

式中 $, k_s, k_s$ 分别为吸附和脱附反应的速率常数。若以覆盖率 θ 表示固体表面被覆盖的百分数,以 $_0$ 表示气体压力,则吸附达到平衡时,吸附和脱附速率相等,即

$$k \cdot (1-\theta) b = k \cdot \theta$$

解得

$$\theta = \frac{k_{\parallel} p}{k_{\perp} + k_{\perp} p} \tag{2-119}$$

令 b=k₀/k₀, b 称为吸附平衡常数,则有

$$\theta = \frac{bp}{1 + bp} \tag{2-120}$$

此式称为兰格缪尔吸附等温式。该式有两种极限情况。

- (1) 当 bp≪1,即压力很小或吸附较弱时, 0 bp,即覆盖率与压力成正比;
- (2) 当 bp≫1.即压力很高或吸附较强时,θ-1,此时表面已全部被覆盖,吸附达到 饱和状态,吸附量达量大值。
 - 典型的吸附曲线如图 2-6 所示。
 - 2) BET 多分子层吸附等温式

在兰格缪尔单分子层吸附理论的基础上,1938 年 Brunauer、Emmett 和 Teller 三人提出了多分子层吸附理论。简称BET 理论。该理论所作的假设与兰格缪尔的基本类似,不同的是 BET 理论假设吸附依靠分子间力。表面与第一层吸附是靠分子问同体的分子间力。第二层吸附、第三层吸附……之间是靠分子本身的分子间力。由此形成多层吸附,并且还认为第一层吸附未满前其他层的吸附就可开始。由此推得如下方程式



图 2-6 典型的吸附曲线

$$\frac{p}{V(p'-p)} = \frac{1}{VC} + \frac{C-1}{VC} \times \frac{p}{p'}$$
 (2-121)

称为BET 多分子层吸附等温式。式中、V 为在一定 T、p 下、质量为 m 的吸附剂达到吸附平衡时,吸附气体的体积。V 为吸附满一层时所吸附气体的体积。单分子层的饱和吸附量),p 为温度 T 时吸附质液体的饱和蒸气压,C 为常数。 以V(p) = p 为 p 作图得 · 自线、从斜率和截距就可求解 V ,由所求得的 V 可算出单位质量的固体表面铺满单分子层时所需的分子个数,若已知每个分子所占的面积、则可算出固体的比表面积 α 。

$$a = V LA$$
 (2 – 122)

式中,L 为阿伏伽德罗常数,m 为吸附剂的质量, V_m 为标准状态下气体的摩尔体积,V 为吸附剂的饱和吸附量,A. 为每个吸附剂分子所占的面积。BET 公式是测定粉末、纳米材料、催化剂及其截体比表面积的理论计算依据。



2.4 电化学基础

利用电化学方法制备材料或对材料表面进行改性处理,是材料化学的重要内容。电化学方法的特点是在溶液中施加外电场。由于在电极/溶液界面形成的双电层厚度很薄,电场强度极强,因此电化学方法属于极限条件下制备材料的方法,在电镀、电解、功能材料制备中得到越来越多的重视。

2.4.1 电解质溶液

1. 电解质溶液的异电能力

金属材料依靠电子导电、而在电解质溶液中进行的电化学过程则是依靠离子导电、在外加电场的作用下。电解质溶液中的正离子向负极运动。负离子向正极运动。由此实现电荷的传递和电流的输送。可以用电导、电导率、摩尔电导率等参量来表征电解质溶液的电荷传导能力。均匀导体在均匀电场中的电导 G 与导体横截面积 A、成正化,与导体长度 t 成反比,即

$$\hat{G} = \kappa \frac{A_s}{l} \tag{2-123}$$

式中, κ 为电导率, 是电阻率的倒数。

电解质溶液的电导率与溶液的浓度和温度有关。一般随溶液浓度、温度的升高而增加。标准 KCl 溶液的电导率见表 2-2。

T//31 34- tht // 1 1 = 6 5		κ/(S • m ⁻¹)	
KCl 浓度/(mol·dm,-s)	273. 15 K	291. 15K	298. 15K
1	6. 643	9. 820	11. 173
0.1	0.7154	1, 1192	1.2886
0.01	0.07751	0.1227	0.14114

表 2-2 标准 KCI 溶液的电导率

为了比较不同浓度、类型电解溶液的导电能力。需引人摩尔电导率 Λ_n 这一物理量,定义

$$\Lambda_- \stackrel{\cdot}{=} \kappa/c$$
 (2 – 124)

科尔劳施根据大量实验事实提出了离子独立运动定律如下。

$$\Lambda_{m}^{\times} = \nu_{-} \Lambda_{m,+}^{\times} + \nu_{-} \Lambda_{m,-}^{\times}$$
 (2 - 125)

式中, Λ_n 、 Λ_n 分别为正、负离子无限稀满时的摩尔电导率、 ν 、 ν 分别为正、负离子的计量系数。应用该定律,可以由强电解质的摩尔电导率计算弱电解质的摩尔电导率。

电解质溶液通电后.溶液的正、负离子分别向阴、阳两极移动。由于正、负离子的电迁移率不同,它们传递的电量也不相同。为了表示各种离子传递电量的比例关系,提出了 高子迁移数的概念,其为每种离子所运载电流的分数。对于只含一种正、负离子的电解质 溶液,正、负离子的迁移数 t₊、t 分别为

$$t_{+} = I_{+}/I_{+}$$
 $t_{-} = I_{-}/I_{-}$ (2. 126)

式中, I_+ 、 I_- 及 I 分別为正、负离子运载的电流及总电流, $t_++t_-=1$ 。

2. 电解质溶液的活度

电解质溶液中溶质(电解质)和溶剂的化学势 //B 和 //、分别定义为

$$\mu_{\rm B} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{\rm B}}\right)_{T,p,n_{\rm A}}, \quad \mu_{\rm A} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{\rm A}}\right)_{T,p,n_{\rm B}}$$
(2 - 127)

类似地, 定义电解质溶液中正、负离子的化学势 μ+、μ-分别为

$$\mu_{+} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{+}}\right)_{T,p,n_{-}}, \quad \mu_{-} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{-}}\right)_{T,p,n_{+}} \tag{2-128}$$

设电解质 B 在溶液中完全电离为 X ** 和 Y ** 离子:

$$B \longrightarrow \nu_+ X^{rr} + \nu_- Y^{r-}$$

则可推得

$$dG = -SdT + Vdp + \mu_A d n_A + \mu_A d n_A + \mu_B d n_B$$

$$-SdT + Vdp + \mu_A d n_A + (\nu_+ \mu_B + \nu_- \mu_-) d n_B$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{\alpha} = \mu_B - \nu_+ \mu_- + \nu_- \mu_- \qquad (2-129)$$

电解质溶液不同于气体、质点间有强烈的相互作用、即使溶液很稀。 电偏离理想稀溶液的热力学规律。研究电解质溶液热力学性质时、需采用活度 α_n 这一物理量代替浓度、由化学势定义有

$$\mu_{\rm B} = \mu_{\rm B}^{\rm e} + RT \ln \alpha_{\rm A} \cdot \lambda_{\rm A}$$
 (2 - 130)

而对于活度为α+、α-的正负离子分别有

$$\mu_{+} = \mu_{-}^{\Theta} + RT \ln \alpha_{-} \qquad (2 - 131)$$

$$\mu_{-} - \mu_{-}^{+} + RT \ln \alpha_{-}$$
 (2 - 132)

式中, μ^a 、 μ^a 、 μ^a 、 μ^a 分别为电解质、正离子、负离子的标准态化学势。正负离子活度与其浓度之比,定义为正负离子的活度系数;

$$\gamma_{+} = \frac{\alpha_{-}}{c}, \quad \gamma_{-} = \frac{\alpha_{-}}{c_{-}}$$
 (2 - 133)

式中, c.、c-分别为正、负离子的浓度。

由于正负离子不能单独存在。即 α_- 、 γ_- 、 γ_- 、 γ_- 无法由实验单独测得。只能测出其平均值,因此引入了平均离子活度和平均离子活度因子的概念。

$$\alpha = (\alpha^{*} \ \alpha^{*})^{+}$$
 (2 134)

$$\gamma = (\gamma^{*} - \gamma^{*})^{+}$$
 (2. 135)

式中 $,\nu$ $,\nu$ $,\nu$ $,\nu$ $,\nu$ $,\nu$ 分别称为平均离子活度和平均离子活度因子。德拜 休克尔从离子纸模型出发,推导出计算电解质平均离子活度因子的公式为

$$\lg \gamma_{+} = -AZ_{-} \mid Z_{-} \mid \sqrt{I}$$
 (2 - 136)

式中 I 为离子强度 I $\frac{1}{2}$ $\sum l_{n=n}$; A $(2\pi L\rho_i)(e^i/4\pi\epsilon,\epsilon;kT)^{3/2}$, 其中 ρ_i 为溶剂 A 的密度 L 为阿伏伽德罗常量 e 为质子电荷 ϵ ϵ ϵ ϵ ϵ 分别为介质和真空的介电常数 e 为 玻耳兹曼常量 e f f 为热力学温度 e 该式称为德拜 休克尔极限公式。



2.4.2 电化学系统

原电池是将化学能转化成电能的装置,电解池则是将电能转化成化学能的装置。在实际工作时,原电池及电解池都是有一定电流通过的电化学系统、其中进行的过程是不可逆的。

以简单的 Cu-Zn 原电池为例,原电池的电极反应如下:

阳极(负极): Zn(s)-2e-→Zn2+(a) (氧化,失电子)

阻极(正极), Cu2+(a) +2e-→Cu(s) (还原, 得由子)

电池反应: Zn(s)+Cu²⁺(a)-→Zn²⁺(a)+Cu(s)

电池符号为

$$Zn(s) | ZnSO_4(1mol \cdot L^{-1}) | CuSO_4(1mol \cdot L^{-1}) | Cu(s)$$

单个电极电势的绝对值是未知的、为了比较不同电极的电势差及计算电池的电动势、引入了标准氢电极的概念、并假定标准氢电极的电势为 0. 氢电极的结构为 Pt H.(p*) H(a_n=1), 在测敏是 。电极电势时、需要将标准氢电极作为阴极、给定电极作为阴极组成电池,该电池的电动势即为给定电极的电极电势。按照氧化态、还原态物质的状态不同、一般将电极分成第一类电极(金属电极、/(体电极)、第二类电极(金属-弗溶盐电极、金属-弗溶氧化物电极)、氧化还原电极。

2.4.3 能斯特方程

根据热力学定律,系统在恒温、恒压可逆过程中所做的非体积功等于系统吉布斯函数 的减少,即

$$\Delta G_{T,p} = W'_r \stackrel{\wedge}{\times} \qquad (2-137)$$

对一个电化学反应 0=Σν_BB. 有

$$\Delta_r G_m = -ZFE \tag{2-138}$$

利用该式,通过测定电池电动势,就可求得电化学反应的摩尔吉布斯函数。若电池反应中各物质均处于标准状态(a_B =1),则有

$$\Delta_{-}G_{-}^{\theta} = -ZFE^{\theta} \qquad (2-139)$$

根据范特霍夫等温方程式

$$\Delta_{\rm r} G_{\rm m}^{\Theta} = RT \ln \prod_{\rm B} \alpha_{\rm B}^{\rm MB}$$

可得

$$E = E^{0} - \frac{RT}{2E} \ln \prod \alpha_{B}^{\nu_{B}} \qquad (2-140)$$

此式称为电池反应的能斯特方程,它表示一定温度下,电池电动势与电池反应各物质活度 间的关系。由标准平衡常数的定义

$$K^{\theta}(T) = \exp \left[-\Delta_r G_n^{\theta}(T)/(RT) \right] \tag{2-141}$$

得

$$\ln K^{\Theta} = \frac{ZFE^{\Theta}}{RT} \tag{2-142}$$

电池电动势为

$$E^{e} = E^{e}(\text{右极}) - E^{e}(\text{左极})$$
 (2 143)

$$E=E(右极)$$
 $E(左极)$ (2.144)

式中,标准电极电势 E^{0} 可从手册查得。由能斯特方程和电池电动势表达式,可测算多个电化学反应参数。

测定电池反应 Δ.G., Δ.H., 等

由于

$$\Delta_{\rm r}G_{\rm m} = -ZFE$$

$$\left(\frac{\partial \Delta_{\rm r}G_{\rm m}}{\partial T}\right) = -\Delta_{\rm r}S_{\rm m}$$

则得

$$\Delta_{r}S_{m} = \left(\frac{\partial \Delta_{r}G_{m}}{\partial T}\right)_{a} = -\left[\frac{\partial \left(-ZFE\right)}{\partial T}\right]_{b} = ZF\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{b} \tag{2-145}$$

式中、 $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{p}$ 称为电动势的温度系数、它表示但压下电动势随温度的变化率、可通过实验测定一系列不同温度下电动势的变化求得。

2. 测定反应的标准平衡常数 K®

利用 $K^{0} = \exp\left(-\frac{ZFE^{0}}{RT}\right)$ 可计算 K^{0} 。298.15K 下电极反应的 E^{0} 数据可查出、根据该式可直接求出 298.15K 下的 K^{0} 。

3. 判断氧化还原的方向

【例 2-2】 已知 $E^{\alpha}_{\gamma_0\gamma_1\gamma_0}=0.799$ V、 $E^{\alpha}_{\gamma_0\gamma_1\gamma_0}=0.771$ V、试判断下述反应向哪个方向进行。

$$Fe^{2+} + Ag^{+} \longrightarrow Fe^{3+} + Ag(s)$$

解:根据反应式、可设计成如下电池(设各离子的活度均为 1);Pt Fe',Fe',Ag Ag(s),则 $E-E^{\alpha}-0.799V-0.771V>0$,可知反应正向进行。此处还可测定溶液的 pH 值。 雅容盐的溶度积、溶液的离子平均活度因子等。

2.4.4 电化学反应的速率

对同一电极反应, 阴极过程和阳极过程实际上是并存的:

$$M^+ + e^- \stackrel{\nu_c}{\longleftrightarrow} M$$

式中, v, v 分别为阴极过程和阳极过程的速率;净反应速率为两过程速率之差。电极反应速率与其他化学反应类似,定义为

$$v = \frac{1}{A} \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} \tag{2-146}$$

式中, A, 为电极的真实表面积, 6 为反应进度。实际电化学体系中, 反应速率 v 不易测得, 而电流; 易测得。; 与电极反应速率的关系为

$$i = ZF_{\nu}$$
 (2 147)

阴极、阳极过程达到平衡时, v, v, 此时电流密度; 称为交换电流密度:

$$i_0 = ZFv_c \tag{2.148}$$



$$\eta_{o} = \phi_{o} - \phi_{o,c}$$
 (2 - 149)

$$\eta$$
. ϕ . (2 150)

式中 $, \phi_{i}$ 、 $, \phi_{i}$ 、 $, \phi_{i}$ 分别为平衡状态下阳极、阴极的电极电势; $, \phi_{i}$ 、 $, \phi_{i}$ 分别为通过电流, i时阳极、阴极的电极电势。

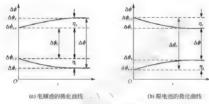


图 2-7 极化曲线示意图

2.5 相平衡与相图

系统中,成分、结构相同且性能均匀的部分称为相(phase)。不同相之间有明显的界面分开,该界面称为相界面。应注意相界面和品界的区别,若固体材料是由组成与结构均相同的同种品粒构成,尽管各品粒之间有界面(品界)隔开,仍然属于同一种相;若材料是由组成与结构都不同的几种品粒构成,则属于不同的相。例如,纯金属都是单相材料,而陶瓷大多为多品多相材料。

相图(phase diagram)又称平衡状态图,是用几何(图解)的方式来描述处于平衡状态时,物质的成分、相和外界条件相互关系的示意图。利用相图,可以了解处于平衡状态的系统由哪些相组成,了解每个相的成分及相对含量等,还能了解材料在加热、冷却过程中或比较生的较变。因此,相图是研究材料微观结构及其变化规律的有效下具,也是材料选择和材料制备、工艺设计的重要依据。

2.5.1 相平衡与相律

1. 相平衡

相图中所表明的材料状态是热力学平衡态,是体系在一定温度、压力下,各组成相之间达到的动态平衡,此时相的成分、数量不再变化,即处于相平衡(phases equilibrium)。 从热力学角度看,若达到α、β两相平衡、则任一组分在α、β两相中的化学势相等,即

$$\mu_1^e = \mu_1^{\beta}, \quad \mu_2^e = \mu_2^{\beta}, \quad \cdots \mu_r^e = \mu_r^{\beta}$$
(2. 151)

2. 相律

相律(phase rule)是描述相平衡系统中自由度、组分数和相數之间关系的法则。其形态有多种形式,其中最基本的是吉布斯相律,其通式如下;

$$f = c - p + 2$$
 (2 - 152)

式中,f为自由度数、指可以在一定范围内改变而不会引起旧相消失、新相产生的独立变量数,c为系统的组分数,p为相数。

若电场、磁场或重力场对平衡状态有影响,则相律中的"2"应改为"3"、"4"、"5";若系统为固态物质,可以忽略压力的影响,则相律中的"2"应改为"1"。

利用相律很容易计算出材料体系中平衡相的最大数目,相律也是相图要遵循的重要原则之一。还可利用相继结合动力学因素来分析非平衡状态。

2.5.2 相图

1. 相图的绘制

从理论上讲,相图可以通过热力学函数计算得到,但由于一些物理化学参数尚无法精确测定或计算,故迄今为止,绝大多数相图都是由实验测得的。利用物质在发生状态变化时出现的物理或化学效应,通过热分析、硬度法、膨胀法、磁性法、电阻法、金相法及 X 射线衍射法等进行测定而得到相图。

热分析法起绘制相图常用的基本方法、其原理是根据系统在冷却过程中、温度随时间的变化情况来判断系统是否发生了相变化。以 Cu-Ni 1组分相图的绘制为例、如图 2-8 所示,先将样品加热成液态,然后令其缓慢而均匀地冷却。记录冷却过程中系统在不同时刻的温度数据,以温度为纵坐标。时间为概坐标。绘制成温度-时间曲线、即冷却曲线(或称步冷曲线)。由若十条组成不同的冷却曲线可绘制出相图。当出现相变时,冷却曲线发生转折,转折点就是相变点。测出各种不同成分样品的相变温度,并把这些数据引入以温度为纵坐标、成分为横坐标的坐标系中,连接相关点,可得到相应的曲线。所有的曲线把图分成若干区间,这些区间分别限定了成分、温度范围、称为相区(phase filed)。通过必要的组织分析测出各相区所含的相(如图中的液相 L 和固溶体 α),将其名称分别标注在相应的相反中,即形成相图。

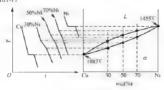


图 2-8 热分析法绘制相图



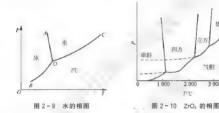
2. 单组分相图

根据组分的数目,相图可以分为单组分相图(unary phase diagrams), 二组分相图和 :组分相图。下面以水的相图为例介绍单组分系统相图,如图2 9所示。由于组分数(为 1、根据相律 f = r - p + 2 = 3 - p 若 p = 1 则 f = 2 即温度和压力可独立变化。可用 b T 图的面来表示; 若 b = 2, f 1, 这时温度和压力中只有一个是独立变化的, 可用 D T 图的线来表示: 若 D 3. / 0,要保持 : 相平衡,任何变量都不能变化,在 D T 图中用点来表示。水的三相点为610Pa和0.01℃。在材料化学中,较关心的是单组分材料 的多品转变,其相图较为复杂。例如 Zr()。有三种品型,单斜 Zr()。,四方 Zr()。和立方 ZrO。, 其转变关系为

气相

3 000

这些转变可以从相图中反映出来,如图 2-10 所示。



3. 二组分相图

对于二组分凝聚态系统,压力的影响可以忽略,根据相律 / c-p+2 3-p,若p 1.则 f=2. 所以该系统最大的自由度数为2. 即温度和组成。故二组分凝聚系统的相图 即二组分相图(binary phase diagrams), 仍可采用二维的平面图形来描述,即用以温度、 组成为坐标轴的温度-组成图表示。

1) 二组分匀晶相图与杠杆规则

当两个组分的化学性质相近,晶体结构相同,晶格常数相差不大时,它们不仅可以在 液态或熔融态完全互溶, 在固态也完全互溶, 形成成分连续可变的固溶体, 称为无限固溶 体或连续固溶体、其形成的相图即为匀晶相图。其为最简单的二组分相图、仅由两条曲线 (液相线和固相线)所分隔开的两个单相区(液相区和固相区)和一个双相区(液相与固相共 存区)组成。

以 Cu Ni 相图为例,如图 2 11(a)所示, T、与 Ti 分别为纯 Cu 与纯 Ni 的熔点。上 弧线为液相线, 该线以上合金全部为油相(L)。随着温度的降低, 合金从油态冷却, 到油 相线时结晶出固体。下弧线为固相线,在该线以下,合金全部转变为固体(固溶体α)。当 合金加热到固相线时, 开始产生液相。固、液相线之间的区域是液 固共存的两相平衡区 (L+α)。从相律角度分析,在两相平衡区,只有一个独立变量,假设温度为独立变量,则 L、 α 两相平衡时的成分和相对量应是温度的函数。在某一温度(如图 2 11(a)中的 T_1)下,

L相、a 相的成分可由温度水平线与液、固相线的交点(即 a 和 c)确定。

在两相区,不仅温度和成分有关,两相的相对量也有确定的关系,如图 2 11(a) 所 示。成分为 C 的合金,在温度 T,时处 $F(L+\alpha)$ 两相平衡状态,液态的成分为 C, 固溶体的成分为 C。设该合金总质量为 W.,液相和 α 相的质量分别为 W,和 W。可以排导出两相的质量 W,和 W。具有如下关系:

$$\frac{\mathbf{W}_{L}}{\mathbf{W}} - \frac{\mathbf{C}_{o} - \mathbf{C}_{0}}{\mathbf{C}_{o} - \mathbf{C}_{0}} \tag{2-153}$$

这一关系与杠杆作用中力与力臂的关系相似,如图 2 11(b)所示,故称为杠杆规则。 其表明在一定温度下的两相区中,两平衡相的相对量由合金及平衡两相的成分确定。由于 在两相区中,只有温度为独立变量,故温度确定后,两平衡相的成分便可从相图上求得, 两相的相对量也可根据杠杆规则确定。

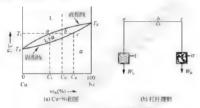


图 2-11 Cu-Ni 相图及杠杆规则

在勾晶相图中,有时会有极大值或极小值,如图 2-12 所示。在极大值或极小值处、不符合相律规则,这时应把 C 合金看成是一个特殊的组分,整个相图看成是 AC 和 CB 两个勾晶相图的组合。

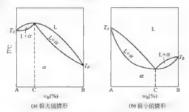


图 2-12 具有极大值和极小值的匀晶相图

2) 二组分共晶相图

两组分(如 A、B)在液态可无限互溶、固态只能部分互溶而发生共晶反应时形成的相图、称为共晶相图。如图 2 13 所示、在共晶相图中有液相 L、固相 α 和固相 β 三种相。 α 相是 B 原子溶入 A 基体中形成的固溶体。 β 相是 A 原子溶入 B 基体中形成的固溶体。 β 线为 α 固溶体中 B 组元的溶解度曲线或固溶线。 β 6 因溶体中 B 组元的溶解度曲线或固溶线。 β

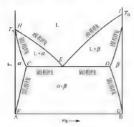


图 2-13 二组分共晶相图

图中有三个单相区、即 L 相区、 α 相区和 β 区。单 相区之间有三个双相区、即 (L $+\alpha$)、(L $+\beta$) 和 ($\alpha+\beta$) 相区。相图中 HEI 线称为液相线 (liquidus)、HCDI 线称为固相线 (solidus)。 $T_{\Lambda}(H\underline{\alpha})$ 和 $T_{\Lambda}(I\underline{\alpha})$ 外別 Λ Λ . B 的 條 Λ

在相图的 E 点处、 α 、 β 两个固相同时结晶、 因此 E 点称为共晶点(cutectic point),该点对应的 温度称为共晶磁度(cutectic temperature)、对应的 组成称为共晶成分(cutectic composition)。这种一 个液相同时析出两种固相的反应、称为共晶反应 (cutectic reaction),可用下式表示;

$$L_E \rightarrow \dot{\alpha}_C + \beta_C$$

共晶反应的产物($\alpha_i + \beta_i$)称为共晶体。根据相律。三相平衡时有 $f - \epsilon - p + 1 - 2 - 3 + 1 = 0$,因此三个平衡相的成分及反应温度都是确定的。在冷却曲线中出现一个平台,也就是图中的水平线 (ED-)该水平线称为共晶反应线。共晶合金的结晶过程分析如下;当共晶合金由液态冷却到 E-点温度时。发生共晶反应,从组成为 w_F -的液相中同时结晶出成分为 w_F -的。相和成分为 w_B -的。日相。两相的质量比 W->。W--可用杠杆规则求得;

$$\frac{W_a}{W_b} = \frac{C_D - C_E}{C_E - C_C} \tag{2-154}$$

两相的百分含量为

$$\omega_{a} = \frac{C_{D} - C_{E}}{C_{D} - C_{C}} \times 100\%$$
(2 - 155a)

$$\omega_{\beta} = \frac{C_{E} - C_{C}}{C_{D} + C_{C}} \times 100\%$$
 (2 - 155b)

整个结晶过程在恒温下进行,直至液相完全消失。结晶产物 $(\alpha_i + \beta_n)$ 为细密的机械混合物。在 E 点温度下、 α 、 β 相的溶解度沿固溶线变化。由于溶解度随温度的降低而减小、因而从 α 相中析出二次 β 相,从 β 相中析出二次 α 相。但次生相与共晶体中同类相混在一起,且数量少,故在显微镜下很难辨认。

下面以 Pb Sn 合金为例, 对其共品相图进行分析, 如图 2 14 所示。Pb Sn 合金共晶成分为 61.9%、对于含 61.9% Sn 的合金 1, 缓慢降温时沿虚线到达共晶点, 开始共晶反应, 生成(α+β) 共晶体。两相的百分含量可通过式(2 155a)、(2 155b)计算得到;

$$\omega_{\alpha} = \frac{97.5 - 61.9}{97.5 - 1} \times 100\% \approx 45\%$$
 $\omega_{\beta} = \frac{61.9 - 19}{97.5 - 1} \times 100\% \approx 54.6\%$

对于含 10% Sn 的合金 2. 情况要复杂些。在 α 点时(温度为 300%)、体系全部是液体;随着降温、沿廊线到达液相线的 δ 点、开始形成先共晶 α (procutectic α)、温度下降到 230% 时(α 点)、形成 21%的先共晶。、液体含量为 76%。这两个值可通过杠杆规则得到。继续降温至 183% (共晶速度)、到达固相线(d 点)、此时先共晶。含量为 51%、尚余 49%的液体,其成分等于共晶成分、剩余的液相开始共晶反应。温度低于 183% 时,体系由先 共晶 α 相和(α +的)共晶体构成。

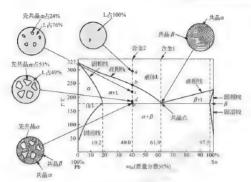


图 2-14 Pb-Sn相图

3) 一组分句品相图

二组分在液态时无限至溶,在固态时有限至溶,并发生包晶反应的相图。称为包晶相图。这类相图在有色合金材料中经常见到。以 $Pt-\Lambda_R$ 合金为例。如图 2-15 所示。相图中有 L、 α 、 β 三个单相区,L $+\alpha$ 、L $+\beta$ 即 α + β 三个规和区,还有一条三相共存的水平线 DPC,称为包晶线,P 点为包晶点。所有在 D-C 成分范围内的合金从液态冷却时,都要 发生包晶反应(pertletter reaction)。包晶反应指"定温度下,固定成分的液相与固定成分 的固相作用,生成另一成分固相的反应。即图中 D 点成分的 α 相和 C 点成分的 L 相在 1186 飞转变为 P 点成分的 S 相的过程,其反应可表示为

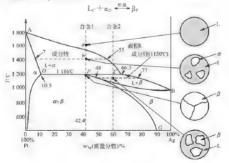


图 2-15 Pt-Aq相图



图 2 1_3 中合金 1 冷却时,先从液相结晶出 α 相,剩余液相成分沿 AC 线至 C , 1_c 与 部分 α_0 发生包晶反应生成 β ,最后组织为 a + β 两相。合金 2 在冷却时,由于在包晶反应 前结晶生成的 α 相太少,不足以使所有剩余液体都通过包晶反应变成 β 相,因此只有部分 濟相和 α 相形成 β 相,剩金的濟相进入 L + β 两相区,通过引品反应继续生成 β 相,

图 2—13 右侧标出了处于相图中各种位置点(处于液相的 a 位置、处于 L = α 相的 b 位置、处于 L = β 相的 c 位置以及包品点 P)时的相态。图中的虚线称为成分线(tie lune),即两平衡相成分点间的连线,成分线两端标出了该温度下两种相的成分,据此可通过杠杆规则计算该点(b 点、c 点)的两相含量。

如果把包晶相图中的液相 L 换成固相 y,则

$$\gamma + \alpha \xrightarrow{\text{fill}} \beta$$

此种反应称为包析反应(peritectoid reaction),此类相图则称为包析相图。包析相图的 分析方法与包晶相图相同。

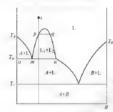


图 2-16 二组分编品相图

4) 二组分偏晶相图

偏晶相图如图 2-16 所示,图中包括由两种不互溶液体组成的两相区(L_x+L_z)。 假设液体从 s 点冷却,当到达液相线 (p 点)时,熔体分成两种液体 L_t (成分 p)和 L_z (成分 q);继续降温,液体的成分将分别沿着液相线 p 和 q 如 变化;温度到达 T_m 时,液体 L_t (成分 m)分解为纯固体 A 和液体 L_z (成分 m),该反应可表示为

$$L_{t,m} \stackrel{\text{REM}}{\longleftarrow} A_0 + L_{2,n}$$

这种反应称为偏晶反应(monotectic reaction), m 点称为偏晶点(monotectic point)。

5) 具有化合物的二组分相图

化合物存在于此类相图中间,故又称中间相。化合物分为稳定化合物和不稳定化合物。稳定化合物指具有确定的熔点,可熔化成与固态成分相同的液体化合物,又称一致熔融化合物,不稳定化合物则会在加热到一定温度时发生分解,转变为两个相。

- 6) 二组分相图的一些基本规律
- 根据热力学原理可推导出如下基本规律,有利于理解和分析比较复杂的二组分相图:
- (1)相区接触法,指在二组分相图中,相邻相区的相数差为 1,点接触除外。例如。两个单相区之间必有一个双相区、三相平衡水平线只能与两相区相邻,而不能与单相区有线接触。
- (2) 在二组分相图中,三相平衡线,定是水平线,该线,定与三个单相区有点接触, 其中两点在水平线的两端,另一点在水平线中间,三点对应于三个平衡相的成分。此外, 该线,定与三个两相区相邻。
- (3)两相区与单相区的分界线跟水平线相交处,前者的延长线应进入另一个两相区, 而不能进入单相区。
 - 7) 复杂 二元相图的分析方法
- (1) 先看清相图组分,然后找出其单相区,分清哪些是固溶体、哪些是中间相,并注意它们存在的温度和成分区间。
 - (2) 根据相区接触法则,检查所有双相区是否填写完全并正确无误。

- (3) 找出所有的水平线,水平线表示存在三相反应,同时表明平衡状态下发生该反应 的温度。
- (4) 在各水平线上找出三个特殊点,即水平线的两个端点和靠近水平线中部的第三个 点。中部点表明产生:相反应的成分。如共晶点、包晶点、共析点等。确定中部点上方与 下方的相、并分析其反应的类型、平衡相若在中部点之上、则该反应必为该相分解为另外 两相, 若平衡相在中部占的下面。则该相一定是反应生成相。各种"相平衡反应的特征见 表 2-3。

恒温转变类型		反应式	相图特片	
分解型 (共晶型)	共晶转变	$L _{\alpha} + \beta$	1 (a) 4 (B	
	共折转变	γ=-α+β)) a) V/(B	
	偏晶转变	Ly to ta	L)(α	
	熔晶转变	√+8 <u>→</u> γ+L	7) - V	
合成形 (包晶型)	包品转变	L+B	L) Z	
	包折转变	X Again	7) /B	
	合晶转变	$L_1 + L_2 \longrightarrow \alpha$	L) (L ₁	

表 2-3 三相平衡反应特征

(5) 若相图中存在稳定化合物,则可把稳定化合物看成一个组分,把复杂相图从成分 上划分为若干区域, 化繁为简。



一、填空题

- 1, 热力学第三定律的具体表述为 , 数学表达式为

- 2. 麦克斯韦关系式为
- 3. 偏摩尔吉布斯函数又称
- , 定义为
- 4. 理想稀溶液存在依数性质,即溶剂的
 - 的量值均与溶液中溶质的数量有关,而与溶质的种类无关。
- 5. 人们将存在于两相间厚度为几个分子大小的薄层称为界面层, 简称界面, 有 、界面,通常把 称为表面。



6. 表面张力一般随温度和压力的增加而降低,且 σ_{金属物} σ_{南子物}

の現性其价値
の言模性其价値。

- 7. 按照氧化态、还原态物质的状态不同。 ·般将电极分成 ·举
- 8. 相律是描述相平衡系统中 、 、 之间关系的法则。

其有多种形式, 其中最基本的是吉布斯相律, 其通式为

二、名词解系

拉乌尔定律 亨利定律 基元反应 质量作用定律 稳态近似处理 极化 相图

三、简答题

- 1. 简述什么是亚稳状态,其形成原因及在生产中应如何处理。
- 2. 简述物理吸附与化学吸附的区别。
- 3. 简述热分析法绘制相图的步骤。

四、计算题

1. 计算压力为 100kPa, 298K 及 1400K 时如下反应

 $CaC()_3(s) - Ca()(s) + C()_2(g)$

的 Δ.G., 判断在此两温度下反应的自发性, 估算该反应可以自发进行的最低温度。

- 2. 已知反应 1/2H₂(g)+1/2Cl₂(g) = HCl(g), △, Hⁿ_e(298K) = −92. 2kJ·mol⁻¹, 在 298K 时, Kⁿ = 4.86×10¹⁶, 试计算 500K 时该反应的 Kⁿ 和 △,Gⁿ_n.
- 3. 在301K时,鲜牛奶大约在1h后变酸;但在278K时,鲜牛奶要在48h后才变酸。 假定反应速率与牛奶变酸时间成反比,求牛奶变酸反应的活化能。

第3章

材料的制备



知识要点	掌握程度	相关知识	
晶体生长技术、非晶材料的创备	掌握晶体生长的主要技术; 了解熔体生长法、溶液生长法的特点、分类及相应装置; 了解容晶材料的制备方法、特点及设备	提拉法、坩埚下降法、区熔法、 熔法、水溶液法、水热法、高温溶液 生长法、液相骤冷法、喷枪法、活塞 法、抛射法	
气相沉积法 。 。	掌握物理气相沉积、化学气相沉积 的种类和特点及应用; 了解两种沉积法的原理、装置; 了解化学气相沉积法的反应类型	門板減射法、鼻空蒸镀、离子镀、 PECVD、PHCVD、APCVD、LPCVD、 化学气相输运	
溶版-凝散法、疫相沉淀法	了解溶胶-凝胶法的基本原理、 应用; 掌握溶胶-凝胶法的优缺点; 了解液相沉淀法的分类、特点及 应用	水解、缩含、直接沉淀法、共沉淀 法、均匀沉淀法	
固相反应、捣层法 和反插层法	掌擬固相反应的分妻、特点及影响 图素; 了解真这程、机理和实例; 理解插层法和反插层法的概念,了 解其特点及应用	围相反应、矿化剂、柏层法、反插 层法	
自蔓延高温合成法	掌握自蔓延高温合成法的概念,了 解其机理、化学反应类型及技术类型	SHS 刺粉技术、烧结技术、致密化技术、熔铸、焊接、涂层	



导入案例

帶放石墨締的用处很大,在 10nm 左右寬度上, 电子被迫纵向移动,使石墨烯可以像单导体一样起作用。传统方法使用化学试剂或超声波将石墨烯切成带放,但该方法无法用于大规模制造石墨烯带,也无法控制其寬度。近来 Tour 领导的研究组和 Dai 领导的研究组分别使用碳钠米管制造出了石墨烯带,如图 3 1 所示。Tour 等使用高锰酸钾和硫酸的混合物,沿着一个轴心打开碳钠米管,他们得到的纳米带宽度较大,为 100~500nm; 这些纳米带虽不是半导体,但更容易大规模制造。Dai等使用从半导体工业借鉴过来的蚀刻技术切开纳米管,将破纳米管粘附到一个聚合物薄膜上,再使用经过电离的氧气来蚀刻纳米管的一个条带,得到的石墨烯带的宽度仅为 10~20nm,具有半导体特性,在电干工业上将具有广泛用途。



图 3-1 石墨烯纳米带的制备示意图

1、2一采用混合物沿轴心打开碳纳米管:3、4一采用氯气打开聚合物薄膜上的碳纳米管

3.1 晶体生长技术

半导体 I.业和光学技术等领域常常用到单晶材料,这些单晶材料原则上可以由固态、液态(熔体或溶液)或气态生长得到。而液态法是最常用的方法,可分为熔体生长或溶液生长两大类,前者是通过让熔体达到一定的过冷而形成晶体,后者则是让溶液达到一定的过饱和而析出晶体。

3.1.1 耐氫化性熔体生长法

熔体生长法主要有提拉法、坩埚下降法、区熔法、焰熔法等。

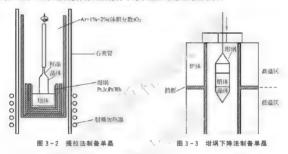
1. 提拉法

提拉法又称斤克拉斯基法或 CZ法、至今已有近百年历史。此法是由熔体生长单晶的最主要方法。适合大尺寸完美晶体的批量生产。半导体锗、硅、砷化镓、氧化物单晶如钇铝石榴石、铌酸锂等均用此方法生长而得。图 3 2 为提拉法的装置示意图。与待生长晶体用同成分的原料熔体盛放在坩埚中。 籽晶杆带着籽晶(seed crystal)由上面下插入熔体。由于固液界面附近的熔体具有一定的过冷度。熔体沿籽晶结晶、以一定速度提拉并且逆时针旋转籽晶杆,随着籽晶的逐渐上升。即生长成棒状单晶。坩埚可以由射频(RF) 感应或

电阻加热。周被界面的温度梯度、生长速率、晶转速率以及熔体的流体效应等是控制晶体 品质的主要因素。

2. 坩埚下降法

坩埚下降法是通过将坩埚从炉内的高温区域下移到较低温度区域、从而使熔体过冷而结晶的方法。如图 3 3 所示、将盛满原料的坩埚放在竖直的炉内、炉的上部温度较高。能使坩埚内的材料维持熔融状态、下部则温度较低、两部分以挡板隔开。当坩埚在炉内由上缓缓下降到炉内下部位置时、熔体因过冷而开始结晶。坩埚的底部形状多半是尖锥形或带有细颈、便 于优选籽品,也有半球形状的,便于籽品生长。最后所得品体的形状与坩埚的形状。一致、大的藏卤化合物及氯化物等光学品体均是用此法生长。



3. 区熔法

区熔法(zone melting method)的原理如图 3-1 所示, 狭窄的加热体在多品原料棒上移动, 在加热体防处区域, 原料变成熔体, 该熔体在加热器移开后因温度下降而形成单晶。随着加热体的移动, 整个原料棒经历受热熔融到冷却结晶的过程, 最后形成单晶棒, 有时也会固定加热器而移动原料棒。这种方法可以使单晶材料在结晶过程后纯度很高, 并且也能获得很均匀的检验。

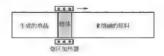


图 3-4 区熔法制备单品

在·此化合物晶体如 CdTe 和 InP 的合成中、原料并非采用相应的多晶、而是通过单质在熔融区发生反应形成化合物熔体。图 3 5 为 CdTe 单晶合成的示意图、原料棒以碲块包裹锅棒构成、在加热器所处区域、两种单质受热熔融并结合成 CdTe 熔体、原料棒下移、熔体离开加热器而过冷结晶、直到整根原料棒形成 CdTe 单晶棒。



InP 单晶合成如图 3 6 所示。盛有铜的料舟置于密封的安瓿中,另一原料磷粉则置于料舟之外、安瓿的末端。整个安瓿处于不锈铜高压腔中,其温度分布如图下方的曲线所示。料舟起始位置温度较高,但不足以使铟熔融。而处于高频感应加热线圈的部位温度最高,此处铟与磷蒸气结合形成 InP 熔体,该熔体离开高频线圈后因温度下降而结晶。

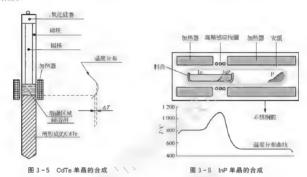


图 3-7 焰熔法制备单晶

告結杆和晶体

4. 焰熔法

始熔法又称维尔纳叶法、是利用 H, 和 O, 燃烧的火焰产生高温、使粉体原料通过火焰撒下熔融、并落在结品杆式较晶的头部。由于火焰在炉内形成一定的温度梯度、粉料熔体落在结晶杆上结晶。如图 3-7 所示, 小锤周期性地藏打装在料斗里的粉未原料、粉料经筛网及料斗中逐渐地往下掉。 H。和 O。各自经人口在喷口处混合燃烧、将粉料熔融、并掉到结晶杆顶端的籽晶上。通过结晶杆下降。 使疾 下的粉料熔除

焰熔法可以生长长达 1m 的晶体,可制备熔点高达 2500℃的氧化物晶体,采用此法生长蓝宝石及红宝石已有 80 多年的历史。且此法不用坩埚,避免了材料被容器污 染,缺点是生长的晶体内应力很大。

5. 液相外延法

如图 3 8 所示,料舟中装有待沉积的熔体,移动料舟经过单晶衬底时,缓慢冷却在 衬底表面成核,外延生长为单晶薄膜。在料舟中装入不同成分的熔体,可以逐层外延不同 成分的单晶薄膜。

液相外延法的优点是生长设备简单、生长速率快、外延材料纯度高、掺杂剂选择范围

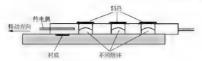


图 3-8 液相外延法制备单晶薄膜

较广泛。另外,所得到的外延层其位错密度通常比它赖以生长的衬底要低,成分和厚度都 可以比较精确地控制,而且重复性好。其缺点是当外延层与衬底的晶格失配大于1%时, 生长困难,且由于生长速率较快,难以得到纳米厚度的外延材料。

3.1.2 溶液生长法

溶液生长法制备晶体的主要原理是使溶液达到过饱和的状态而结晶。达到过饱和的途 谷主要有两个, ①利用晶体的溶解度随温度改变的特性、升高或降低温度而认到讨饱和; ②采用蒸发等办法移去溶剂,使溶液的浓度升高。所用溶液包括水溶液、有机和其他无机 溶液,熔盐和在水热条件下的溶液等。 无机晶体通常用水作溶剂,有机晶体则采用丙酮。 7. 醇等有机溶剂。

1. 水溶液法

水溶液法生长晶体的装置如图 3-9 所示, 又称水浴育晶装置, 其包含一个密封且能 自转的製品杆, 使结晶界面周围的溶液成分 保持均匀, 通过水浴严格控制溶液温度并达 到结晶, 合适的降温速度可使溶液处于亚稳 杰并维持活官的讨饱和度。溶液生长单晶的 关键是消除溶液中的微晶,并精确控制温度。

对于具有角温度系数或溶解度对温度不 緻感的晶体材料, 可使溶液保持恒温, 并不 断移除溶剂而使晶体生长, 即采用蒸发法 结晶.

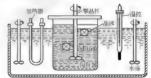


图 3-9 水溶液法生长晶体的装置图

2. 水执法

水热法(hydrothermal method)指在高压釜中,通过对反应体系加热、加压,产生相对 高温、高压的反应环境、使通常难溶或不溶的物质溶解而达到过饱和、进而析出晶体的方 法。此法主要用来合成水晶,还可以生成刚玉、方解石、蓝石棉等其他晶体。水热法的装 置如图 3 10 所示,关键设备是高压釜,它由耐高温、高压的钢材制成,通过自紧式或非 自緊式的密封结构使水热生长保持在 200~1000℃ 的高温及 1000~10000 大气压(1 大气 压 101325Pa)的高压下进行。培养晶体所需的原材料放在高压釜内温度稍高的底部,而 籽品则悬挂在温度稍低的上部。由于高压釜内感装一定充满度的溶液、日溶液上下部分存 在温差,下部的饱和溶液通过对流而被带到上部,进而由于温度低形成过饱和析晶干籽晶 上,被析出溶质的溶液又流向下部高温区而溶解培养料。水热法就是通过上述循环往复生 长晶体的。

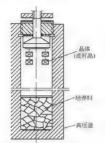


图 3-10 水热法生长晶体的装置图

利用水热法在较低的温度下实现单晶的生长、避免了晶体相变引起的物理缺陷。此外、水热法还广泛用于结晶粉体的制备。所得粉体晶粒发育完整、粒径很小、分布均匀、团聚少。且容易得到合适的化学计量物和晶粒形态。可以使用较便宜的原料。利用水形法,还可以在很低的温度下制取结晶壳好的钙铁矿型化合物薄膜或厚膜,如BaTiO₃、SrTO₃、BaFeO₃等。

3. 高温溶液生长法

高温溶液生长法又称熔盐法,是采用液态金属或熔融无机化合物为溶剂,在高温下把晶体原料溶解, 形成均匀的饱和溶液,通过缓慢降温虫其他方法析出 晶体的技术。其原理与一般的溶液生长晶体类似,对 很多路缘占的每化物或且有高速气压的材料。都可以

用此法来生长晶体。相对于熔融法,此方法晶体生长时所需的温度较低,对于具有不相同成分熔化(包品反应)或由高温冷却时出现相变的材料,都可用该法长好品体。早年的BaTiO、晶体及YFeO。晶体的生长成功,都是应用此方法的代表性实例。

高温溶液生长法的常用温度在1000℃ 左右,溶剂可用液态的金属或熔融无机化合物,如 BaTi(O,可以用 KF 作溶剂,Fe₂O₂可以用 Na₂B₂O₂ 作溶剂等。

3.2 气相沉积法

气相沉积法分为物理气相沉积法(physical vapor deposition, PVD)和化学气相沉积法 (chemical vapor deposition, CVD), 前者不发生化学反应,后者发生气相的化学反应。

3.2.1 物理气相沉积法

物理气相沉积法是利用高温热源将原料加热,使之汽化或形成等离子体,在基体上冷却凝聚成各种形态的材料(如晶须、薄膜、晶粒等)的方法。所用的高温热源包括电阻、电弧、高频电场或等离子体等,由此衍生出各种 PVD 技术,其中以阴极溅射法和真空蒸镀法较为常用。

1 直空旅辦法

真空蒸镀法又称真空蒸发沉积法(vacuum evaporation deposition),是在真空条件下通过加热蒸发某种物质使其沉积在固体表面的方法。此技术最早由 M. 法拉第于 1857 年提出,现已成为常用的镀膜技术之一,用于电容器、光学薄膜、塑料等方面,如制造光学镜头表面的减反增透膜等。

真空蒸镀的设备结构如图 3 11 所示。蒸发物质如金属、化合物等置于坩埚内或挂在 热丝上作为蒸发源,待镀 1.件如金属、陶瓷、塑料等基片置于坩埚前方。待系统抽至高真 空后,加热坩埚使其中的物质蒸发,蒸发物的原子或分子以冷凝方式沉积在基片表面。薄 腱厚度可由数百埃至数微米,腱厚取决于蒸发凝的蒸发速率和时间。或类料量),并与源和 基片的距离有关。对于大面积镀膜、常采用旋转基片或多蒸 发源的方式以保证膜层厚度的均匀性。从蒸发源到基片的距 高应小于蒸气分子在残余气体中的平均自由程,以免蒸气分 与与线气分子磁撞引起化学作用。蒸气分子的平均动能约为 0.1~0.2eV.

蒸发有三种类型: ①电阻加热,用难熔金属如钨、钽制成舟箭或丝状、通以电流加热其上方或置于坩埚中的蒸发物、 主要用于蒸发 Cd、Pb、Ag、Al、Cu、Cr等材料; ②用高频 感应电流加热坩埚和蒸发物; ③用电子束衰占材料使其蒸发、 活用干蒸发温度物溶(不低于 2000℃)的材料。



图 3-11 真空蒸镀法示意图

蒸发镀腴与其他真空镀膜方法相比,具有较高的沉积速率,可镀制单质和不易热分解的化合物膜。使用多种金属作为蒸镀源可以得到合金膜,也可以直接利用合金作为单一蒸镀源,得到相应的合金膜。

2. 阴极溅射法

阴极溅射法(cathode sputtering)乂称溅镀、是利用高能粒子轰击固体表面(靶材)、使 靶材表面的原子或原子团获得能量并逸出表面、并在基片(工件)表面沉积形成薄膜的方

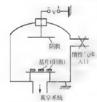


图 3-12 阴极溅射法示意图

法、分为高额戳镀和磁控戳镀。常用的阴极溅射设备如图 3-12 所示、通常将欲沉积的材料制成板材作为靶、固定在阴极 上、符碳脓的工件置于正对靶面的阳极上,距靶几厘米。系统抽至高真空后充入 1~10Pa 惰性气体(通常为氩气)、在阴极和阳极间加几千伏电压、两极间即产生辉光放电。放电产生的正离子在电场作用下飞向阴极、声驰表面原子碰撞、受破撞从靶面逸出的靶原子称为溅射原子,其能量在一至几十电子伏花闭。溅射原子在工件表面沉积成腺。

附极微射法中,被微射原子的能量较大,初始原子缩击 基质表面即可进入几个原子层深度,这有助于薄膜层与基质 间的良好附着。同时改变靶材料可产生多种溅射原子,形成

多层薄膜且不破坏原有系统。溅镀的缺点是靶材的制造受限制、析镀速率低等。溅射法广泛应用于由元素硅、钛、铌、钨、铝、金和银等形成的薄膜,碳化物、硼化物和氮化物等耐火材料在金属上具表面形成的薄膜,及光学设备上防太阳光的氧化物薄膜等。相似的设备也可用于制备非导电的有机高分子薄膜。

3. 离子镀

离子镀(ion plating)指蒸发物质的分子被电子碰撞电离后以离子形式沉积在固体表面的方法。是真空蒸镀与阴极溅射技术的结合。离子镀系统如图 3 13 所示、将基片作为阴极、外壳作为阴极、允人下作气体(氩气等惰性气体)以产生解光放电、从蒸发激蒸发的分子通过等离子区时发生电离。正离子被加速打到基片表面、未电离的中性原子(约占蒸发料的95%)也沉积在基片或真空室壁表面。电场对离子化蒸气分子的加速作用(离子能量几百一几下电子依)和氩离子对基片的溅射清洗作用、使膜层附着强度大大提高。离子镀工、乙综合了蒸发(高沉积速率)与溅射(良好的膜层附着力)工艺的特点,有很好的绕射性,可



为形状复杂的工件镀膜,且提高了薄膜的耐磨性、耐腐蚀性等。

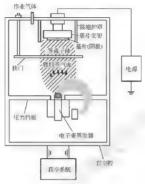


图 3-13 离子镀系统示意图

真室蒸镀、溅镀、离子镀是 PVD 法的三种主要镀膜方式。表 3-1 对三种方式进行了比较。

项 目 ~ ~		真空蒸镀 上 微镀		离子镀
		10-6~10-5	0.02~0.15	0.005~0.02
粒子能量/eV	中性	0.1~1	1~10	0.1~1
	离子	_	_	数百到数千
沉积速率/(μm·min-1)		0.1~70	0.01~0.5	0.1~50
绕射性		差	较好	好
附着能力		不太好	较好	很好
薄膜致	密性	低	高	高
薄膜中的气孔		薄膜中的气孔 低温时较多		2
内应力		拉应力	压应力	压应力

表 3-1 真空蒸镀、溅镀、离子镀的比较

3.2.2 化学气相沉积法

化学气相沉积法(chemical vapour deposition. CVD)是指通过气相化学反应生成固态产物并沉积在固体表面的方法。CVD 法可用于制造覆膜、粉末、纤维等材料、它是半导体工业中应用最为广泛的沉积多种材料的技术。包括制造大范围的绝缘材料、大多数金属

材料和合金材料,

典型的化学气相沉积系统如图 3 14 所示。将两种或两种以上的气态原材料导入反应 沉积室内,通过气体间发生化学反应,形成一种新的材料,沉积至基片表面上。气体的流 动速率由质量流量控制器(mass flow control, MFC)控制。

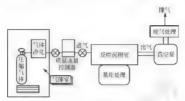


图 3-14 化学气相沉积系统

1. CVD 的种类

按所采用的反应能源不同,CVD技术可分为热能化学气相沉积法(thermal CVD)、等高子体增强化学气相沉积法(plasma - enhanced CVD, PECVD)和光化学气相沉积法(photo CVD, PHCVD)。按气体压力大小,可分为常压化学气相沉积法(APCVD)、低压化学气相沉积法(LPCVD)、亚常压化学气相沉积法(SACVD)、超高真空化学气相沉积法(UHCVD)等。

1) 热能化学气相沉积法

指利用热能引发化学反应,反应温度通常高达 800~2000℃。其加热方式包括电阻加热器、高频感应、热辐射、热板加热器等,也有几种加热方式组合的。用于 thermal CVD 的反应器有两种基本类型,即热壁反应器(hot-wall reactor)和冷壁反应器(cold-wall reactor)。

热壁式反应器如图 3-15(a) 所示,其实际上是一个等温炉、通常用电阻丝加热。把待 涂覆的工件置于反应器内、温度升至设定值、然后通人反应气体、反应产物沉积在工件上。这种反应器通常较大、可以一次涂覆数百个部件。除了图示的水平式、热壁式反应器 也可以制成垂直式。

冷壁式反应器如图 3 15(b)所示,使用高频感应或热辐射对工件直接加热,而反应器的其他部位保持较低温度。很多(VD反应是吸热的,反应产物优先在温度最高的位置(工件)上沉积,而保持较低温度的反应器整则不被涂置。

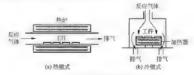


图 3-15 热壁式反应器和冷壁式反应器



2) 等离子体增强化学气相沉积法

指利用等离子体激发化学反应、可以在较低温度下沉积。PECVD包含化学和物理过程,可以认为是连接CVD和PVD的桥梁、与在化学环境下的PVD技术(如反应溅镀)相类似。

双原子分子气体(如 H.)在一定高温下解离成原子状态、大部分原子失去电子而被离子化、形成等离子体、其由带正电的离子和带负电的电子以及 些未离子化的中性原子组成。实际上、离子化温度非常高(~5000K)、而燃烧焰的最高温度约为 3700K、在这样的条件下离子化程度很低、如氦气燃烧时离子化程度大约为 10%。因此、要形成高离子化的等离子体、需要有相当高的热能。在 PECVD 中、通常利用微波、射频等电磁能使气体分子完全离子化而形成等离子体、

PECVD所采用的等离子种类有,解光放电等离子体(glow-discharge plasma)、射频等离子体(RF plasma)、电弧等离子体(are plasma)。 群光放电等离子体是在较低压力下利用高频电磁场(如频率为 2.15GHz 的微波)形成的,电功率为 1~100kW; 射频等离子体则是在 13.56MHz 的射频场作用下产生的; 电弧等离子体采用的频率较低(约 1MHz),但需要的电功率很长(1~20kW)。

PECVD的优点是工件温度较低、蒸镀反应可消除应力且反应速率较高;缺点是无法 沉积高纯度的材料。反应产生的气体不易脱附、等离子体和生长的镀膜相互作用会影响生 长速率。

3) 光化学气相沉积法

指采用紫外线照射反应物、利用光能使分子中的化学键断裂而发生化学反应、沉积出 特定薄膜的方法。该方法的缺点是沉积速率慢、因而其应用受到限制。除了普通光源外、 PHCVD 也有采用激光作为光源的。这种技术有人称之为 photo - laser CVD。

4) 常压化学气相沉积法和低压化学气相沉积法

APCVD 与 LPCVD 主要是气体压力的不同、前者在接近常压的压力下进行、而后者的压力则低于 13.3322kPa。气相反应在较高压力(如常压) 下为扩散控制、而在低压下表面反应是决定性因素、因此 LPCVD 可以沉积出均匀的、覆盖能力较佳的、质量较好的薄膜,但沉积速率较 APCVD 慢。APCVD 在气压接近常压下进行、设备较简单、经济且分 子间的碰撞频率很高,沉积速率极快、但容易产生微粒、可通人惰性气体以缓解。

2. CVD 的化学反应基型

(VD所涉及的化学反应主要有热分解、氦还原、卤化物的金属还原、氧化、水解、碳化和氮化等反应。

1) 热分解反应(thermal-decomposition)

在熱分解反应中、化合物分子吸收热能而分解成单质或较小的化合物分子。这类反应 通常只需要一种气体反应物、所以是CVD中最简单的反应类型。根据反应物的不同、热 分解反应可以分成以下几种:

(1) 氢化物热分解。如石墨、金刚石和其他碳的同素异形体可以通过烃类热解得到、反应温度为800~1000℃。

$$CH_4(g) \longrightarrow C(s) + 2H_7(g)$$
 (3 1)

单质硅、硼、磷可通过相应的氢化物热分解得到:

$$SiH_4(g) \Rightarrow Si(s) + 2H_2(g)$$
 (3 2)

二元化合物可通过两种氢化物共同热分解得到,例如;

$$B_z H_6 + 2PH_3 \longrightarrow 2BP + 6H_2 \tag{3 3}$$

(2) 卤化物热分解。一些金属沉积物可以通过其卤化物热分解获得、例如钨和钛的沉积:

$$WF_s(g) \longrightarrow W(s) + 3F_s(g)$$
 (3-4)

$$TiI_{\epsilon}(g) \longrightarrow Ti(s) + 2I_{\epsilon}(g)$$
 (3-5)

(3) 羰基化合物热分解。金属羰基化合物受热释放出 · 氧化碳并得到金属单质、例如:

$$Ni(CO)_{+}(g) \longrightarrow Ni(s) + 4CO(g)$$
 (3-6)

(4) 烷氧化物热分解。例如:

$$Si(OC_2H_5)_4 \xrightarrow{740^{\circ}} SiO_2 + 4C_2H_4 + 2H_2O$$
 (3-7)

(5) 金属有机化合物与氢化物体系的热分解。例如:

$$Ga(CH_3)_3 + AsH_3 \xrightarrow{630 \sim 675 \text{ C}} GaAs + 3CH_4$$
 (3-8)

2) 氢还原反应(hydrogen reduction)

主要是利用氢气将一些元素从其卤化物中还原出来。例如:

$$WF_6(g) + 3H_2(g) \longrightarrow W(s) + 6HF(g)$$
 (3-9)

$$SiCl_{\epsilon}(g) + 2H_{2}(g) \longrightarrow Si(s) + 4HCl(g)$$
 (3-10)

$$2BCl_{\tau}(g) + 3H_{\tau}(g) \longrightarrow 2B(s) + 6HCl(g)$$
 (3-11)

氦还原反应的一个主要优势是所需温度较低,被广泛应用于过渡金属沉积,特别是第 Ⅴ副族的钒、铌、钽和第Ⅵ副族的铬、钼、钨。而等Ⅳ副族的钛、锆、铪其卤化物较稳 定,因此较难进行氦还原。非金属元素(如硅和硼)卤化物的氦还原是制造半导体和高强度 纤维的主要手段。

除了单质材料外, 氦还原还可用于二元化合物的沉积, 如碳化物、氮化物、硼化物、 硅化物等, 反应物采用相应的两种卤化物, 同时被氦还原生成化合物。如二硼化钛的 沉积;

$$TiCl_{4}(g) + 2BCl_{3}(g) + 5H_{2}(g) \longrightarrow TiB_{2}(g) + 10HCl(g)$$
 (3-12)

3) 金属还原反应(metal reduction)

如前所述,第1、副族的钛、钴、钴较难通过氢气还原得到,而采用锌、镉、镁等金属 单质为还原剂则较容易实现。例如可用金属铁从四氯化钛中还原金属钛,作为气相反应, 反应温度应在金属还原剂的沸点以上。

$$TiCl_{s}(g) + 2Mg(s) \longrightarrow Ti(s) + 2MgCl_{2}(g)$$
 (3-13)

以金属为还原剂时,还要考虑剧产物氯化物的排放。氯化钾和氯化钠的沸点在 1400℃以上,挥发性较差。因此钾和钠作还原剂时需要较高的反应温度,且碱金属的还原性很强,反应不易控制,故钾和钠不太适合作还原剂使用。锌是最常用的金属还原剂,因为卤化锌有较好的挥发性,卤化物共沉积的机会较小。碘化锌的挥发性是卤化锌中最好的,因此采用碘化物作为前驱体效果更佳。如锌还原钛的反应如下;

$$TiI_4(g) + 2Zn(s) \longrightarrow Ti(s) + 2ZnI_2(g)$$
 (3 14)

(1) 氧化反应(oxidation)。氧化反应是 CVD 沉积氧化物的重要反应之一, 氧化剂可



采用每气, 身句或二句化碳, 如沉积二句化硅可采用如下反应,

$$SiCl_4(g) + O_2(g) \longrightarrow SiO_2(s) + 2Cl_2(g)$$
 (3 - 15)

$$SiH_4(g) + O_2(g) \longrightarrow SiO_2(s) + 2H_2(g)$$
 (3-16)

$$SiCl_1(g) + 2CO_2(g) + 2H_2(g) \longrightarrow SiO_2(s) + 4HCl(g) + 2CO(g)$$
 (3-17)

(2) 水解反应(hydrolysis)。水解反应也是生成氧化物的重要反应。如卤化物水解形成 氧化物和卤化氮。

$$SiCl_1(g) + 2H_2O(g) \longrightarrow SiO_2(s) + 4HCl(g)$$
 (3-18)

$$TiCl_4(g) + 2H_2O(g) \longrightarrow TiO_2(s) + 4HCl(g)$$
 (3-19)

$$2AlC1_{2}(g) + 3H_{2}O(g) \longrightarrow Al_{2}O_{2}(s) + 6HCl(g)$$
 (3-20)

(3) 碳化(carbidization)和氮化(nitridation)。碳化指碳化物的沉积,一般用于卤化物与烃类(如甲烷)的反应,如碳化钛的沉积。

$$TiCl_4(g) + CH_4(g) \longrightarrow TiC(s) + 4HCl(g)$$

氮化指氮化物的沉积,前驱体可采用卤化物,如氮化钛的沉积;

$$4Fe(s) + 2TiCl4(g) + N2(g) \longrightarrow 2TiN(s) + 4FeCl2(g)$$
 (3-22)

通过氨解反应(ammonolysis)也可以沉积氮化物、氮气、氮气可与卤化物反应生成氮化物。如半导体工业中普遍采用的 CVD 沉积氮化硅。总的反应如下:

$$3SiCl_4(g) + 4NH_3(g) + Si_3N_4(s) + 12HCl(g)$$
 (3-23)

3. 化学气相输运

化学气相输运(vapour phase transport)是指在一定条件下把材料转变成挥发性的中间体,再改变条件使原来的材料重新形成的过程。该技术可用于材料的提纯、单晶的气相生



图 3-16 化学气相输运示意图

於和薄膜的气相沉积等,也可用于新化合物的合成。气相输运过程如图 3 − 16 所示,源区的固态物质 A 在温度 T, 时与气体 B 反应,生成气体 AB, 后者在温度为 T 的沉积区沉积,从而达到提纯、改变形态(单品或薄膜)等目的。其反应过程如下,

(3 - 21)

$$A(s)+B(g) \stackrel{\tau_2}{\leftarrow \tau} AB(g)$$
 (3-24)

例如,以氧气为输运气体,对金属铂进行输运沉积:

$$Pt(s) + O_2 \stackrel{>12007}{<_{12007}} PtO_2(g)$$
 (3-25)

高于1200℃时 Pt 与 O, 反应生成 PtO 蒸气,后者扩散到较低温度区域并沉积出来。 气相输运技术也可以合成新的化合物,即利用输运气体 B 在 T 温度下把固态反应物 A 变为气态中间体 AB,再在温度 T₁ 时与另一反应物 C 反应、生成新化合物,其反应过程可描述如下。

$$T_2$$
 温度 $F: A(s)+B(g) \longleftrightarrow AB(g)$

$$T_1 温度 $F: AB(g)+C(s) \longleftrightarrow AC(s)+B(g)$
总反应: $A(s)+C(s) \longleftrightarrow AC(s)$ (3 - 26)$$

例如·亚铬酸镍 NiCr O, 的制备如果用 NiO 与 Cr O, 两种固体直接反应,则反应速度很慢,加入氧气则能有效加速反应,原因是 Cr O 与 O. 反应生成气态的 Cr O, 后者扩

散到 Ni() 外反应生成 NiCr。O., 反应过程如下。

$$Cr_2O_3(s)+3/2 O_2(g) \longleftrightarrow 2CrO_3(g)$$
 (3 27)

$$2CrO_2(g) + NiO(s) \longleftrightarrow NiCr_2O_1(s) + 3/2O_2(g)$$
 (3 - 28)

上述过程中,把原来固态与固态之间的反应转变成气态与固态的反应,反应速度因气态的高迁移性而大大提高。另外,也可以利用气相输运把反应的固态产物变成气态以便移走,从而促进反应的进行。

4. CVD 的优缺点

真空蒸镀与溅镀等 PVD 技术常常受限于沉积视线、较难沉积在 F 件上的阴影部位。而 CVD 由于反应气体可以充满各个角落、因此不存在沉积视线、可以对复杂的 三维 F 件 进行沉积镀膜。例如、利用 CVD 可以在集成电路 L 长径比为 10:1 的通孔上镀钨。此外、CVD 还具有如下优点:

- (1) 具有较高的沉积速度,并可获得较厚的涂层(有时厚度可达厘米级);
- (2) 大干 99.9%的高密度镀层,有良好的真空密封件;
- (3) 沉积的涂层对底材具有良好的附着性;
- (4) 可在相当低的温度下镀上高熔点材料镀层;
- (5) 可控制晶粒大小与微结构:
- (6) CVD设备通常比 PVD 简单、经济。

CVD的底材(工作)常常要承受高达 600℃以上的高温、因此不适合于低耐热性的工件 镀膜。等离子体增强 CVD 可以一定程度上弥补这一缺陷,PHCVD 也可以在较低温度下 排行,但由于涉及光化学反应、比应用范围有限、CVD 的其他缺点有。

- (1) 反应需要挥发性化合物,不适用于一般可电镀的金属,因其缺少适合的反应物,如锡、锌、金;
 - (2) 需可形成稳定固体化合物的化学反应,如硼化物、氮化物及硅化物等;
 - (3) 因有剧毒物质的释放、腐蚀性的废气及沉积反应需适当控制、需要封闭系统;
 - (4) 某些反应物价格昂贵;
 - (5) 反应物的使用率低,反应常受到沉积反应平衡常数的限制。

3.3 溶胶-凝胶法

溶胶 凝胶法(sol gel process)是通过凝胶前驱体的水解缩聚制备金属氧化物材料的 湿化学方法。它提供了一种常温、常压下合成无机陶瓷、玻璃等材料的方法。

溶胶 凝胶法出现于 1861 年,法国化学家 J. Ebelman 等人发现四乙氧基硅烷(TEOS) 在酸性条件下可水解成 "氧化硅、得到"玻璃状"材料。所形成的凝胶(gel)可以抽丝。制成块状透明光学棱镜或复合材料。但为了避免凝胶干裂成粉末,需长达一年之久的陈化、干燥过程,故其应用受到一定制约。 直到 1950 年,Roy 等人改变了传统的方法,将溶胶 凝胶过程应用到合成新型陶瓷氧化物中,使该过程合成的硅氧化物粉末在商业上得到了广泛的应用。经过长期研究,还可以控制 TEOS 水帽后粉末的形态和颗粒大小,甚至可以制备纳米级的均匀颗粒。目前溶胶 凝胶法在化 I、 医药、生物、光电子学等领域都



有广泛的实际应用,如制备陶瓷、涂料、颜料、超细和纳米级粉体、磁性材料和信息材料等。

3.3.1 溶胶-凝胶法的基本原理

溶胶 凝胶法一般以含高化学活性结构的化合物(无机盐或金属醇盐)为前躯体(起始原料),其主要反应步骤是先将前躯体溶于溶剂(水或有机溶剂)中,形成均匀的溶液、并进行水解、缩合,在溶液中形成稳定的透明溶胶体系。经陈化胶粒间缓慢聚合,形成:维空间网络结构,网络间充满了失去流动性的溶剂,形成凝胶,凝胶经过后处理(如于燥、烧结固化)可制备出所需的材料,溶胶-溶胶法的基本反应如下。

1 水解

金属醇盐作前驱体时,首先在水中发生水解(hydrolysis),M(OH)_(OR)_-,可继续水 解,直至生成 M(OH),;

$$M(OR) = +xH_2O \longrightarrow M(OH) = (OR) = -1 + xROH$$
 (3-29)

采用无机盐作为前驱体时、则是无机盐的金属阳离子 M·吸引水分子形成 M(H·()): (> 为 M 离子的价数),为保持它的配位数而具有强烈的释放 II 的趋势;

$$M(H_{\bullet}())_n \longleftrightarrow M(H_{\bullet}())_{n-1}(OH)^{n-1} + H$$
 (3-3))

2. 缩合

水解产物通过失水或失醇而缩合(condensation)成—M—()—M—网络结构,

$$\begin{cases}
-M - OH + HO - M \longrightarrow M - O - M - + H_2O \\
-M - OR + HO - M \longrightarrow M - O - M - + ROH
\end{cases}$$
(3 - 31)

縮合反应最終形成金属氧化物(MO。) 为无定形网络结构。可以把上述失水和失醇过程合写为下式;

$$M(OH)_x(OR)_{y-x} \xrightarrow{\text{sigh}} MO_{y/2} + (x-n/2)H_2O + (n-x)ROH$$
 (3-32)

以合成二氧化钛为例。前驱体采用 Tr(OC,Ho)」。其水解、缩合过程如下:

$$Ti(OC_1H_9)_4 + xH_2O \xrightarrow{k} Ti(OH)_x(OC_1H_9)_{1-x} + xC_1H_9OH$$
 (3-33)

$${\rm Ti}({\rm OH})_x({\rm OC}_1\,{\rm H}_9)_{4-2} \xrightarrow{\hat{m} \hat{n}} {\rm TiO}_2 + \frac{x}{2}\,{\rm H}_2\,{\rm O} + \frac{4-x}{2}C_1\,{\rm H}_9\,{\rm OC}_1\,{\rm H}_9 \tag{3-34}$$

得到无定形的 TiO,,在一定温度下烘烤可以转变成锐钛矿(anatase) 型或金红石(rutile)型结晶。

采用硅氧烷如四乙氧基硅 Si(OC-H,),作前驱体,可合成二氧化硅微球,其反应过程与二氧化钴类似。

3.3.2 溶胶-凝胶法的应用

利用溶胶 凝胶法可以制备颗粒、陶瓷纤维、陶瓷薄膜和块状陶瓷等。如图 3 17 所示。此外,还可以通过该法制备复合材料。

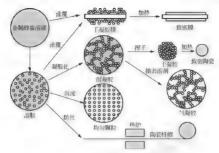


图 3-17 溶胶-凝胶法的应用

1. 制备颗粒材料

利用沉淀、喷雾热分解或乳液技术等手段可以从溶胶中制备均匀的无机颗粒,且凝胶中含有大量液相或气孔,热处理过程中不易使粉末颗粒产生闭渠,故在制备过程中易控制粉末的颗粒度。

利用超临界干燥技术把溶剂移去。可制得超多孔性、极低密度的材料、即气凝胶(aerogel)。超临界干燥指在干燥介质(如CO)的临界温度和临界压力条件下进行的干燥、其可避免物料在干燥过程中的收缩和碎裂。从而保持物料原有的结构与状态、防止初级粒子的闭聚和凝结。

2. 制备纤维材料

通常氧化铝都是粉末或陶瓷状、但通过溶胶-凝胶法可以制得纤维状的氧化铝。如 ICI 公司生产的氧化铝纤维、商品名为"Saffil"、可代替石棉作为绝热材料。前驱体为 Al(OCH,CH,CH,CH,),,制备纤维的关键是在拉纤阶段控制溶胶黏度(10~100Pa·s)。 适当加入硅酸酯前驱体、可得到 Al,O, SiO_陶瓷纤维,其杨氏模量达 150GPa 以上、且 可得到长纤维。而采用离心喷出法只能制备短纤维。

3. 制备表面涂膜

将溶液或溶胶通过浸渍法或转盘法在基板上形成液膜, 凝胶化后通过热处理可转变成 无定形态(或多晶态)膜或涂层。主要用来制备减反射膜、波导膜、着色膜、电光效应膜、保护膜、导电膜、热致变色膜、电致变色膜等。

4. 制备块状材料

溶胶 凝胶法制备的块状材料是指每一维尺度大于 1mm 的各种形状并且无裂纹的产



物,可存较低温度下形成各种复杂形状并保持致密化。主要应用于制备光学透镜、梯度折 射率玻璃和透明泡沫玻璃等。

传统熔磁法很难制备纯的二氧化硅玻璃,且费用较高,这是因为熔融态的二氧化硅即使在2000℃下黏度仍较高。使用四乙氧基硅 Si(()C·H),(简称 TECS)为前驱体,用溶胶凝胶法可以制备出无定形的二氧化硅,其与二氧化硅玻璃类似,属于亚稳态,在1200℃热处理时应避免产生结晶。

5. 制备复合材料

用溶胶-凝胶法制备复合材料,可以把各种添加剂、功能有机物或分子、晶种均匀地 分散在凝胶基质中,经热处理致密化后,此均匀分布状态仍能保存下来,使材料更好地显示复合材料的特性。

3.3.3 溶胶-凝胶法的优缺点

溶胶-凝胶法与其他方法相比具有许多独特的优点:

- (1)由于溶胶-凝胶法中所用的原料首先被分散到溶剂中形成低黏度的溶液,因此可 在很短的时间内获得分子水平的均匀性, 在形成凝胶时, 反应物之间很可能是在分子水平 上被均匀地混合;
- (2)经过溶液反应步骤,很容易均匀定量地掺入一些微量元素,实现分子水平上的均匀掺杂;
- (3) ·般认为溶胶-凝胶体系中组分的扩散在纳米范围内,而固相反应时组分扩散在微米范围内,因此化学反应较容易进行目所需温度较低;
 - (4) 选择合适的条件可以制备各种新型材料。

溶胶-凝胶法存在的问题如下:

- (1) 所使用的原料价格比较昂贵,有些原料为有机物,对健康有害;
- (2) 诵常整个溶胶-凝胶过程所需时间较长,常需要几天或几周;
- (3) 凝胶中存在大量微孔,在干燥过程中会逸出许多气体及有机物,并产生收缩。

3.4 液相沉淀法

液相沉淀法是指在原料溶液中添加适当的沉淀剂,从而形成沉淀物的方法。该法分为 直接沉淀法、共沉淀法、均匀沉淀法。

3.4.1 直接沉淀法

直接沉淀法是在金属盐溶液中直接加入沉淀剂,在一定条件下生成沉淀析出,沉淀经洗涤、热分解等处理 1.2 后得到超细产物。利用不同的沉淀剂可以得到不同的沉淀产物,常见的沉淀剂为 NH_1 , H_2O_1 $NaOH_2$ $(NH_1)_2CO_1$ Na_2CO_1 $(NH_1)_2CO_2$ 等。

直接沉淀法操作简单易行,对设备技术要求不高,不易引人杂质,产品纯度很高,有 良好的化学计量性,成本较低。缺点是洗涤原溶液中的阴离子较难,得到的粒子粒径分布 较宽,分散性较差。

3.4.2 共沉淀法

共沉淀法是在含有多种阻离子的溶液中加入沉淀剂、使金属离子完全沉淀、将沉淀物 经热分解而制得微小粉体的方法。该法可获得含两种以上金属元素的复合氧化物、如 BaTiO、, PbTiO、等 PZT 系电子陶瓷。以 CrO。为晶种的草酸沉淀法,可制备 La、Ca、Co、Cr 掺杂氧化物及掺杂 BaTiO、等。另外、向 BaCl 与 TiCl 的混合水溶液中滴草酸溶液、可得到高纯度的 BaTiO(C·O、)。4H·O 草酸盐沉淀、再经 550℃以上热解可得 BaTiO。粉体

与传统的固相反应法相比, 共沉淀法可避免引入对材料性能不利的有害杂质, 生成的 粉末具有较高的化学均匀性, 粒度较细, 颗粒尺寸分布较窄且具有一定形貌。共沉淀法的 设备简单, 便于工业化生产。

3.4.3 均匀沉淀法

均匀沉淀法是利用化学反应使溶液中的构品离子缓慢均匀地释放出来,通过控制溶液 中沉淀剂浓度,保证溶液中的沉淀处于一种平衡状态,从而均匀析出的方法,通常加入的 沉淀剂,不立刻与被沉淀组分发生反应,而是通过化学反应使沉淀剂在整个溶液中缓慢生 成,避免了由外部向溶液中直接加入沉淀剂而造成沉淀剂的局部不均匀性。

对于领化物纳米粉体的制备、常用的沉淀剂为尿素,其水溶液在70℃左右可发生分解 反应而生成水合NH, 起到沉淀的作用,得到金属氢氧化物或碱式盐沉淀,分离后干燥、 煅烧可以得到金属氧化物,如氧化锌的合成。

$$CO(NH_2)_2 + 3H_2O \xrightarrow{\triangle} 2NH_3 \cdot H_2O + CO_2 \uparrow$$
 (3-35)

$$Zn^{2+} + 2NH_3 \cdot H_2O \longrightarrow Zn(OH)_2 \downarrow + 2NH_2^+$$
 (3 - 36)

$$Z_n(OH)_2 \longrightarrow Z_nO + H_2O \uparrow$$
 (3-37)

硫化物的制备可采用硫代乙酰胺作为硫源, 如硫化铅的合成;

$$CH_3CSNH_2 \xrightarrow{\angle} CH_3CN + H_2S$$
 (3 – 38)

$$(CH_3COO)_2Pb+H_2S\longrightarrow PbS_{\frac{1}{2}}+2CH_3COOH$$
 (3-39)

硫代硫酸盐溶液加热会释放出硫化氢、因此常作为硫源用于均匀沉淀法,其热分解反 应如下:

$$S_zO_3^{2-} + H_zO \xrightarrow{\triangle} SO_4^{2-} + H_zS$$
 (3-40)

3.5 固相反应

固相反应是指固体与固体间发生化学反应,生成新的固相产物的过程。在广义上,凡 是有固相参与的化学反应都可称为固相反应,如固体的热分解、氧化以及固体与固体、固体与液体之间的化学反应等。



3.5.1 固相反应分类

固相反应按反应物状态不同,可分为纯固相反应、气固相反应(有气体参与的反应)、液固相反应(有液体参与的反应)及气液固相反应(有气体和液体参与的三相反应)。按反应 机理不同,分为扩散控制过程、化学反应速度控制过程、晶核成核速率控制过程和升华控制过程等。按反应性质不同,分为氧化反应、还原反应、加成反应、置换反应和分解反应。

3.5.2 固相反应的特点

- (1) 固态直接参与化学反应。
- (2)一般包括相界面上的反应和物质迁移两个过程。由于固体质点间作用力很大,扩 被受到限制,使反应只能在界面上进行,此时反应物浓度对反应的影响很小,均相反应动力学不适用。
- (3) 固相反应开始温度常远低于反应物的熔点或系统低共熔温度。这一温度与反应物内部出现明显扩散作用的温度相一致,称为秦曼温度或旋结开始温度。不同物质的秦曼温度与其熔点 $(T_{\rm N})$ 间存在一定的关系。例如,金属为 $0.3\sim0.4T_{\rm M}$,盐类和硅酸盐则分别为 $0.57T_{\rm M}$ 和 $0.8\sim0.9T_{\rm M}$ 。当反应物之一 在多晶转变时,此转变温度往往是反应开始变得显著的温度,这一规律称为海德华定律。

3.5.3 固相反应的过程和机理

从热力学角度看,没有"《相或液相参与的固相反应、会随着放热反应而进行到底。但实际上,由于固相反应主要通过扩散进行,当反应物固体不能充分接触时,扩散受限,反应就不能进行到底,即反应会受到动力学因素的限制。固体混合物在室温下并没有可觉察的反应发生,为提高反应速度,需将其加热至高温、通常为1000~1500℃。这表明热力学和动力学因素在固体反应中都极为重要,热力学判断反应能否发生,动力学因素则决定反应进行的政率。

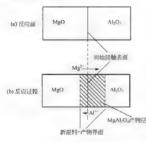


图 3-18 MgO 和 Al₂O₃ 粉末固 相反应合成 MgAl₂O₄ 示意图

固相反应的过程一般包括相界面上的反应 和物质迁移。以铁氧体晶体尖晶石类三元化合 物的生成反应为例,其反应式如下:

$$Mg(O(s) + Al_2(O_s(s) \longrightarrow MgAl_2(O_s(s))$$

(3 - 41)

该反应属于反应物通过固相产物层扩散的加成 反应。瓦格纳认为,尖晶石形成是由两种正离 子逆向经过两种氧化物界面扩散所决定的、氧 离子则不参与扩散迁移过程,为使电荷平衡, 每3个 Mg² 扩散到右边界面,就有2个 Al² 扩散到左边界面,如图3 18 所示。在理想情 况下,两个界面上进行的反应可写成如下 形式;

MgO/MgAl₂O₆界面:

$$2Al^{3+} + 4Mg() \rightarrow MgAl_2O_4 + 3Mg^{2+}$$
 (3 42)

MgAl₂O₄/Al₂O₅ 界面:

$$3Mg^{2+} + 4Al_2O_3 \longrightarrow 3MgAl_2O_4 + 2Al^{3+}$$
 (3 - 43)

3.5.4 影响固相反应的因素

固相反应过程涉及相界面的化学反应和相内部或外部的物质扩散等若干环节,因此, 除反应物的化学组成、特性和结构状态、温度及压力等因素外,促进物质内外传输的因素 均会影响反应.

1. 反应物化学组成与结构的影响

化学组成是影响固相反应的內因,是决定反应方向和速度的重要条件。从热力学角度 看,在一定温度、压力下,反应向吉布斯函数减少的方向进行,且 \(\Delta\)G 的负值越大,该过 程的推动力也越大。

同 · 反应系统中, 固相反应速度还与各反应物间的比例有关。颗粒相同的 A 和 B 反 应生成物 AB, 若改变 A 与 B 比例会改变产物层温度、反应物表面积和扩散截面积的大小, 从而影响反应速度。如增加反应混合物中"遮盖"物的含量,则产物层厚度变薄,相应的反应速度也增加。

从结构的观点看,反应物的结构状态、质点间的化学键性质以及各种缺陷都将对反应 速率产生影响。如在实际应用中,可利用多品转变、热分解、脱水反应等过程引起品格效 应来提高生产效率。例如 ALO,和 CoO 反应合成 CoALO, 反应如下,

$$Al_{\tau}O_{\tau}(s)+CoO(s)\longrightarrow CoAl_{\tau}O_{\tau}(s)$$
 (3-44)

实际操作中常用转烧 Λl_iO 做原料,因为转烧 Λl_iO 中有 γ - Λl_iO_i 向 α - Λl_iO_i 转变,后者有较高的反应活性。

2. 反应物颗粒尺寸及分布的影响

在其他条件不变的情况下, 反应速率受到颗粒尺寸大小的强烈影响。

- (1) 物料颗粒尺寸越小,比表面积越大,反应界面和扩散截面增加,产物层厚度减少,反应速度增大。理论分析表明,反应速率常数反比于颗粒半径的平方,反应物料粒径的分布对反应速率也有重要影响,颗粒尺寸分布越均一,对反应速率越有利。
 - (2) 同一反应物系由于物料尺寸不同、反应速度可能属于不同动力学控制范围。

如 CaCO 与 MoO, 反应、当取等分子比成分并在较高温度(600℃)进行时、若 CaCO 颗粒大 F MoO, 、反应属扩散控制、反应速度随 CaCO, 颗粒减少而加速;若 CaCO, 颗粒 度小 F MoO, 、由于产物层厚度减薄、扩散阻力很小、则反应将由 MoO, 升华过程所控制、并随 MoO, 粒径减少而加剧。

3. 反应温度、压力与气氛的影响

通常温度升高有利于反应进行。这是因为温度升高,固体结构中质点热振动动能增大、反应能力和扩散能力均得到增强。

对于化学反应, 其速率常数为

$$k - A \exp\left(-\frac{E_s}{RT}\right)$$
 (3 - 45)

对于扩散,其扩散系数为



$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) \tag{3-46}$$

式中, Q为扩散活化能(activation energy)。

从上两式可见。温度上升时、反应速率常数和扩散系数都增加、但由于扩散活化能通常比反应活化能小、使温度的变化对化学反应的影响远大于对扩散的影响。压力是影响固相反应的另一外部因素、对于线回相反应、提高压力可显著改善颗粒间的接触状态。如缩短颗粒间距离、增加接触面积等,以提高固相反应速率。但对于有液相、气相参与的固相反应,扩散过程不是主要通过固相粒子自接接触进行的、因此压力的作用不很明显。

此外气氛对固相反应也有重要影响,其可以通过改变固体吸附特性而影响表面反应活性。对于一系列能形成非化学计量的化合物如 Zn()、Cu()等、气氛可直接影响晶体表面缺陷的浓度、扩散机制和扩散速度。

4. 矿化剂及其他影响因素

在固相反应系统中加入少量非反应物质或由于原料中含有的杂质,常会对反应产生特殊的作用,这些物质在反应过程中不与反应物或产物起化学反应,但以不同的方式和程度 影响着反应的某些环节。矿化剂的作用主要如下,

- (1) 改变反应机制降低反应活化能;
- (2) 影响晶核的生成谏率;
- (3) 影响结晶速率及晶格结构:
- (4) 降低系统的共熔点,改善液相性质等。

如在 Na_CO 和 Fe_O, 反应系统中加入 NaCl, 可使反应转化率提高 1.5~1.6 倍; 在 硅砖中加入 1%~3½ [Fe_O, +Ca(OH)], 能使大部分 α -石英熔解析出 α -鳞石英,促进石革间的转化。

3.5.5 固相反应实例

1. Li SO. 的合成

Li.SO. 是各种锂离子导体的母相、性制备方法加下,

$$2\text{Li}_2\text{CO}_3 + \text{SO}_2 \xrightarrow{\frac{698097}{24\text{h}}} \text{Li}_4\text{SO}_4 + 2\text{CO}_2$$
 (3-47)

该反向的主要问题是 L_{1.}CO₁ 在高 F 720℃ 时会熔融和分解,并容易与容器材料发生 反应,包括 Pt 和 1氧化硅玻璃坩埚。解决的办法是用 Au 容器,使 Li₂CO 在 650℃ 下预 反应及分解数小时,再在 800~900℃烘烤过夜。

2. YBa, Cu, O, 的合成

 $YBa_{c}Cu_{c}O$ 简称 YBCO,是一种著名的 90K 超导体,它由 $Y_{c}O_{c}$ 、 BaO 与 CuO 在 O_{c} 存在下反应制得:

$$Y_2O_3 + 4BaO + 6CuO + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow{950C} 2YBa_2Cu_3O_7$$
 (3-48)

合成中要解决的问题是: BaO 很容易与空气中的 CO 反应变成 BaCO, 后者很难分解; CuO 在高温下与很多容器都有较高的反应活性; YBCO 中的氧含量会有变化、而为了获得较好的 T. 必须控制产物中的氧含量。

针对上述问题,在合成中采取如下措施,使用 BaNO,作为 BaO 的起始原料,在不含 CO 的环境下反应; BaNO 分解后,反应原料制成小球状,在流化床中反应合成 YBCO;在大约 950℃反应后,再在大约 350℃反应一段时间,使产物继续吸氧至达到 YBa₂Cu₃O₃所需的化学计量值。

3.6 插层法和反插层法

合成新材料的一个巧妙方法是以现有的晶体材料为基础。把一些新原子导人其空位或 有选择性的移除某些原子。前者称为捕层法(intercalation)。后者称为反捕层法(deintercalation)。引入或捕取原子后其结构一般保持不变、这是拓扑反应(topotactic reactions)的例 子,在拓扑反应中,起始相与产物的三维结构具有高度相似性。

采用插层法可在绝缘性的锐钛矿型 $T_1(O)$ 中引人 L_1 , 得到具有超导性的钛酸钾、性质上发生了巨大的变化。

反插层法移去 Li 时,溶解在乙腈 CH CN 中的 L是一种有效的除锂剂,如从 LiCoO。中移去部分 Li 时,其反应为

$$LiCoO_2 + I_2/CH_3CN \longrightarrow Li_2CoO_2 + LiI/CH_3CN$$
 (3-49)

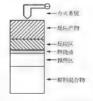
通过调节 I。用量可以控制 Li'的移去量、即 x 值。

石墨基质晶体呈层状的平面环状结构, 在其各碳层间可以插入各种碱金属离子、卤素 负离子、氮和胺等, 使局部结构发生变化, 从而显著改变材料的性质。当外来原子或离子 渗透进入层与层之间的空间时, 层可以被推移开; 而发生逆反应(反插层)时, 原子从晶体 逸出, 结构层则互相靠近, 恢复原状。

3.7 自蔓延高温合成法

白蔓 延 高温 合 成 法 (self propagating high temperature synthesis, SHS)是利用反应物间化学反应 热的自加热和自传导作用来合成材料的一种技术。它是在 1967 年前苏联科学院的马尔察诺夫(Merzhanov)等人研究火箭固体燃料过程中发现的"固体火焰"的基础上提出并命名的。由于该方法基于化学燃烧过程、所以又称燃烧合成(combustion synthesis, CS)。

白蔓延高温合成技术的原理如图 3 19 所示。外部 热源将原料粉或预先压制成一定密度的坯件进行局部 图 3-19 自蔓延高温合成的技术原理





或整体加热, 当温度法到占燃温度时, 撒拉外部热源, 利用原料颗粒间发生的周 围或固 气反应放出的大量反应热, 使反应继续进行, 最后所有原料反应完毕原位生成所需材料。

3 7 1 自蔓延高温合成法的机理

SHS 计程如图 3 20 所示。反应从图的右侧开始,向左幕延。图中记载了某一反应 时刻,在不同位置的温度。转变率。产物浓度和放热速率。从位置上,可以将反应体系 沿燃烧波反方向划分为起始原料、预热区、放热区、完全反应区、结构化区和最终产 物:从时间上,任一位置都将经历上述各个区的变化。因此,以反应进程(时间)来描述 某一反应位置上的变化,即原料受执(占火或反应执的蕞延)后温度逐渐上升。但不足以 引起反应。属于预执区。温度继续升高、反应开始、并放出执量、此时属于放执区、在 该区随着反应进行,放热速率达到最大,温度不断1升; 当原料大部分发生转变后,燃 烧波继续蔓延,该处剩下的少量未转变原料继续反应,温度达到最高,直到反应完全, 此时该段属于完全反应区,在该区虽然原料在化学组成上全部转变了,但仍需要经历 结构化过程才能形成最终产物;进入结构化区,燃烧反应的生成物在高温下进行结构 转变(晶型变化、烧结等),最终产物开始形成,浓度上升,直至全部变为最终产物。

典型的 SHS 参数为, ①最高温度为 1500~1000℃; ②反应推进速度为 0, 1~15cm·s⁻¹; ⑤合成区域厚度为 0.1~5.0mm; ①加热速率为 1000~1000000℃; ⑤点火能量密度为 49~418h·W/(m·K); 点火时长为 0.05~4.0s。

上述的 SHS 过程是先发生燃烧反应、然后反应产物经历结构化过程变成具有一定结 构的最终产物,即化学反应和结构化不同步,因此称为非平衡机制(nonequilibrium mechanism)。如果燃烧波椎讲谏庠转慢或结构化过程在较低温度下发生。则燃烧反应与结构化 间步进行,称为平衡机制(equilibrium mechanism),如图 3-21 所示。此时放热区和结构 化区合为一个区,即合成区(zone of synthesis),转变率和产物浓度变化趋势相同,因此, 只标出转变率曲线,

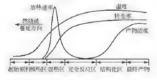


图 3-20 非平衡机制的 SHS 过程

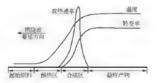


图 3-21 平衡机制的 SHS 过程

(3 - 51)

在非平衡机制中,还有一种情形,即燃烧波所在区域(放热区)发生反应,当燃烧波过 后,继续进行另一步反应,从而形成最终产物。如 Ta 在 N. 中的燃烧反应:

后燃烧区、相当于图 3 20 中的结构化区。实际上、产物的结构化过程也是在后燃烧区进

行的,最终形成产物.

3.7.2 自蔓延高温合成法的化学反应类型

1. 梓机理分类

根据反应机理不同,可以把 SHS 反应分为如下五类。

(1) 不涉及中间产物的反应。例如:

(2) 涉及一个中间产物的反应

$$T_a + C \longrightarrow 0$$
, $5T_a$, $C + 0$, $5C \longrightarrow T_aC$ (3 - 53)

(3) 涉及多个中间产物的反应

$$Ti+C \longrightarrow TiC+TiN \longrightarrow Ti,CN$$
 (3-54)

著名的高温超导体铜酸钇钡 YBa Cu,O-_,的合成,就是典型的多中间体反应。

(4) 含分支反应

$$T_i + C$$
 $T_iC + H_i$
 $T_iH_i + C \rightarrow T_iC + H_i$
 $T_iC + H_i$
 $T_iC + H_i$
 $T_iC + H_i$
 $T_iC + H_i$

(5) 单一热耦反应

$$W+C \longrightarrow WC$$
 (3-56)

2. 按原料组成分类

(1) 元素粉末型。利用粉末间的生成热。例如:

$$Ti+2B \longrightarrow TiB_{\nu} = 280kJ \cdot mol^{-1}$$
 (3-57)

(2) 铝热剂型, 利用氧化-还原反应, 例如:

(3) 混合型。上述两种类型的组合,例如:

$$3\text{TiO}_2 + 3\text{B}_2\text{O}_3 + 10\text{Al} \longrightarrow 3\text{TiB}_2 + 5\text{Al}_2\text{O}_3$$
 (3 – 59)

3. 按反应形态分类

SHS 的反应物至少有一种为固态,另外还可能涉及液态、气态的反应物。

(1) 固体-气体反应。例如:

$$3Si + 2N_z(g) \longrightarrow Si_3N_4$$
 (3-60)

(2) 固体 液体反应

$$3Si+4N(1)\longrightarrow Si_2N_4$$
 (3 – 61)

(3) 固体 固体反应

$$3Si + \frac{4}{3}NaN_3(s) \longrightarrow Si_3N_4 + \frac{4}{3}Na$$
 (3-62)

3.7.3 自摹延高温合成技术类型

根据燃烧合成所采用的设备以及最终产物的结构等,可以将 SHS 分为六种主要技术

(3 - 58)



形式.

1. SHS 制粉技术

此为 SHS 中最简单的技术、反应物料在 · 定的气氛中燃烧、再粉碎、研磨燃烧产物、能得到不同规格的粉末。利用此技术、可以得到高质量的粉末、如 Ti 粉和 C 粉合成 TiC、Ti 粉和 N 反应合成 TiN 等。利用 SHS 方法制得的粉末具有较好的研磨性能,这是因为燃烧合成温度很高(2000~1000~),反应物所吸附的气体和杂质剧烈膨胀逸出使产物孔隙率很高,利于粉碎、研磨。所得粉末可用于陶瓷和金属陶瓷制品的烧结、保护涂层、研磨管及几具制造中的原材料。

2. SHS 烧结技术

SHS 烧结是通过固相反应烧结、制得一定形状和尺寸的产品,它可以在空气、真空或特殊气氛中烧结。

3. SHS 致密化技术

SHS 烧结体有一定的孔隙率, 面把 SHS 技术同致密化技术相结合便能得到致密产品。 常用的 SHS 致密化技术有如下几种;

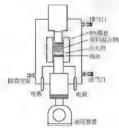


图 3-22 高压 SHS 装置示意图

- (1) SHS-加压法。利用常规压力和对模具中燃 烧着的 SHS 坯料施加压力,制备致密制品,如 TiC 基硬质合金辊环、刀片等。图 3-22 为高压 SHS 的 装置示意图。
- (2) SHS-挤压法。对挤压模中燃烧着的物料施加压力,制备棒条状制品,如硬质合金麻化钻等。
- (3) SHS 等静压。利用高压气体对自发热的 SHS 反应坯进行热等静压,制备大致密件,如八方 BN 坩埚、Si,N, 叶片等。

4. SHS 熔铸

SHS 熔化技术在 SHS 工艺中起着重要的作用,它是通过选择高放热性反应物形成超过产物

熔点的燃烧温度,从而获得难熔物质的液相产品。高温液相可以进行传统的铸造处理, 以获得铸锭或铸件,故该技术称为 SHS 熔铸。其包括由 SHS 制取高温液相和用铸造方 法对液相进行处理两个阶段。此项技术可用于陶瓷内衬钢管的离心铸造、钻头或刀具的 耐磨涂层等。

5. SHS 焊挂

在待焊接的两块材料之间填进合适的燃烧反应原料,以一定的压力夹紧待焊材料,待 中间原料的燃烧反应过程完成以后,即可实现两块材料之间的焊接,这种方法已被用来焊 接 SiC、 SiC、耐火材料 耐火材料、金属 陶瓷、金属 金属等系统。利用该技术可获得在高温环境使用的焊接件。

6. SHS 涂层

SHS 制备涂层的工艺包括以下几种:

- (1) SHS 熔铸涂层。在一定压力下利用预涂于基体表面高放热体系物料间强烈的化学反应放热,使反应物处于熔融状态、冷却后形成有治金结合过渡区的金属陶瓷涂层。过渡区的厚度为 0.5~1.0mm、该层厚度可达 1~4mm。根据对熔融产物所施加的致密化 F 2 的不同,可分为重力分离熔铸涂层、离心熔铸涂层和压力熔铸涂层等。SHS 硬化涂层技术已开始在耐燃件中得到应用。
- (2) SHS 铸渗涂层。利用 SHS 铸造过程中高温钢水或铁水的热量,使粘贴在铸型壁上的反应物料压坯熔融或烧结致密、同时引发原位高温化学反应、从而在铸件表面获得涂层。
- (3) SHS 烧结涂层。通过料浆喷射、人工刷涂或与基体 · 起冷压成环等形式, 在基体 表面预置 · 层均匀的反应物料, 然后放入热压炉、化学炉等烧结炉中引燃 SHS 反应并进 行 · 定时间的烧结, 从而形成与基体结合良好的涂层。
- (4) 气相传输 SHS 涂层。用适当的气体作为载体来输送反应原料,并在工件表面发生 化学反应,反应物沉积于工件表面,可在不同工件表面沉积 10~250μm 厚的涂层。

气相传输 SHS 反应的原理与前面提及的 CVD 化学气相输运类似,对于不同的反应物料,可以采用不同的气体载体。例如, 氦可以传递碳, 卤素气体可以传输金属,原料粉末中氧化物杂质的高温蒸气也可起气相传输作用。

目前最广泛采用的 SHS 涂层有两种类型: ①制工件表面的 Cr-B 和 Cr-C 涂层,在 制件表面涂覆 C-Cr 涂层时,反应原料为 Cr_2O+Al+ 炭黑 + ℓ 体载体; ②硬质合金(切削刀片)上的 TiN 涂层。

- (5) SHS 喷射沉积涂层。利用传统热源熔化并引燃高放热体系喷涂原料的 SHS 反应、 将合成放出的熔滴经雾化喷射到基材表面而形成涂层。
- (6) 自反应涂层。指被涂覆工件所含全部或部分化学成分作为原始反应物之一, 与预涂于工件表面的另一反应物发生 SHS 反应, 在工件表面形成涂层。

3.8 非晶材料的制备

非晶态固体与晶态固体相比, 微观结构的有序性偏低, 热力学自由能偏高, 因而是一种亚稳态。基于这样的特点, 制备非晶态固体必须解决下述两个问题;

- (1) 形成原子或分子混乱排列的状态;
- (2) 将这种热力学上的亚稳态在一定的温度范围内保存下来, 使之不向晶态转变。

对于,些结晶倾向较弱的材料如玻璃、高分子等、很容易满足上述条件,在熔体自然冷却下就能得到非品态。而对于结品倾向很强的固体如金属,则需要采用特别的 Г 艺方法才能得到非晶态,最常见的非晶态制备方法有液相骤冷和从稀释态凝聚,包括蒸发、离子溅射、辉光放电和电解沉积等,近年来还发展了离子轰击、强激光辐照和高温压缩等新技术。



液相骤冷是目前制备非晶态金属和合金的主要方法之 · 并已进入工业化生产阶段。它的基本特点是先将金属或合金加热熔融成液态,然后通过不同途径使熔体急速降温,降温速度高达 10 · 10 ° C s, 以致晶体生长来不及成核就降温到更于热运动足够低的温度,从而把熔体中的无序结构 "冻结"并保留下来,得到结构无序的固体材料,即非品或玻璃态材料。样品可以制破几徵米到几十徵米的薄片。擴带或细丝状。

液相骤冷制备非品金属薄片的方法上要有:①喷枪法、即将熔融的金属液滴用喷枪以 极高的速度喷射到导热性好的大块金属冷却板上;②活塞法、即让金属液滴被快速移动活 塞压到金属砧板上,形成厚薄均匀的非品态金属箔片;③抛射法、即将熔融的金属液滴抛 射到导热性好的冷却板上。图 3-23 为议一种丁艺的示意图。

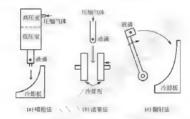


图 3-23 液相骤冷法制备非晶金属谱片

液相骤冷制备非品金属薄带的方法是用加压惰性气体把液态金属从直径为几微米的石炭喷嘴中喷出,形成均匀的磷融金属细流、连续喷到高速旋转62000~10000;mm)的,对轧辊之间或者喷射到高速旋转的冷却圆筒表面间形成非品态。这两种 I. 艺分别称为双辊法和单辊法,如图 3-24(a)、(b)所示。非晶金属条带还可通过将熔体喷射到运动着的金属基板上进行快速冷却而制得,即急冷喷铸技术,如图 3-21(c)所示。另外还有立式或卧式离心法、行星法等。

此外,气相沉积法、溶胶-凝胶法可得到非晶态的无机陶瓷薄膜或粉状材料。

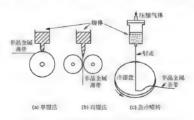


图 3-24 液相骤冷法制备非晶金属藤带或条带



1. 熔体生长法主要有、、	、焰熔法等。
2. 物理气相沉积法是利用 将原料加热	
体上冷却凝聚成各种形态的材料(如晶须、薄膜、晶 较为常用。	· 有粒等)的方法。其中以 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
3. PECVD 所采用的等离子种类有 、	
4. 液相沉淀法是指在原料溶液中添加适当的	
该法分为、、、。	
5. 固相反应按反应物状态不同分为、	、及气液固相
反应、按反应机理不同分为、、	、和升华控制过程等,按
反应性质不同分为、、加成反	应、置换反应和分解反应。
6. 合成新材料的一个巧妙方法是以现有的晶体本	材料为基础,把一些新原子导入其空
位或有选择性地移除某些原子,前者称为	. 后者称为。引入或抽取
原子后其结构一般保持不变。	

二、名词解释

水热法 高温溶液生长法 离子镀 化学气相输运 溶胶-凝胶法 自蔓延高温合成法

三、简答题

- 1. 何为化学气相沉积法? 简述其应用及分类。
- 2. 简述溶胶-凝胶法的原理及优、缺点。
- 3. 简述矿化剂的主要作用。
- 4. 简述自蔓延高温合成的技术类型。
- 5. 简述液相骤冷法的特点。

第4章

材料的性能



知识要点	掌握程度	相关知识
材料的化学性能	掌握材料的耐氧化性、耐酸碱性和耐老化性; 了解材料的耐有机溶剂性	化学腐蚀、电化学腐蚀、腐蚀电 池、光稳定剂、老化
材料的力学性能	掌擬材料的强度、硬度及疲劳性能 的测试方法; 掌握应力-应变曲线; 了解疲劳试验的 S-N 曲线	应力、应变、弹性裸责、弹性极 限、层服强度、抗拉强度、布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、维氏硬度、维氏硬度、维
材料的热学性能、电学性能	掌握材料的等热性、热膨胀性等热 学性能; 掌握材料导电性、介电性能等电学 性能; 了解超导现象和压电效应的本质	导热性、热膨胀性、热客、热稳定性、热防护、导电性、介电性能、超导现象、压电性
材料的 磁学性能、 光学性能	掌握常见的磁性参数。了解磁性材 料的种类及性能; 掌握光的吸收和透过。光的折射与 反射。了解光的散射和物质颜色产生 的原因	饱和磁感应强度、刺磁、矫顽力、 居里温度、抗磁性、腹磁性、铁磁性、反铁磁性、正铁磁性、亚铁磁性、进铁磁性、链反射、 漫反射
材料的工艺性能	了解材料的工艺性能	铸造性能、塑性加工性能、热处理 性能、焊接性能、切削性能

导入案例

随着科学技术的发展,各种探测手段越来越先进。例如,用雷达发射电磁波可以探测飞机,利用红外探测器可以发现放射红外线的物体。当前,世界各国为了提高在军事 对抗中的竞争实力,将隐身材料作为重要的研究对象。

1991年海濱战争中。姜国第一天出动的战斗机就躲过了伊拉克严密的雷汰监视 网, 迅速到达首都巴格达上空,直接摧毁了电报大楼和其他军事目标。在历时 42 天 的战斗中,执行任务的飞机达1270架次,使伊军95%的重要军事目标被毁,而美国 战斗机却无一架受损。这场高技术的战争一度使世界震惊。为什么伊拉克的震议防御 系统对姜国战斗机束手无策。重要的原因就是姜国下~117A型战斗机(见图 4-1)表 面包覆了含有多种超微粒子的红外与微波隐身材料。它具有优异的宽频带微波吸收能 力,可以逃避雷达的监视。而伊拉克的军事目标和坦克等武器没有防御红外线探测的 除身材料、很容易被姜国战斗机上灵敏的红外线探测器所发现。通过先进的激光制导 武器很准确地击中目标。超微粒子对红外和电磁波有隐身作用是因为, ①纳米微粒尺 寸远小干红外及雷汰波波长。 图此纳米微粒材料对这种波的诱光率比常规材料要强得 3. 大大減少了波的反射率, 使得红外探测器和雷达接收到的反射信号变得很微弱。 从而达到隐身的目的;②纳米微粒材料的比表面积比常规粗粉大3~4个数量级,对 红外线和电磁波的吸收率也比常规材料大得多、使红外探测器及雷达得到的反射信号 强度大大降低。因此很难发现被探测目标、目前。隐身材料虽在很多方面都有广阔的 应用前景、但真正发挥作用的隐身材料大多使用在航空航天与军事有密切关系的部件 上, 纳米级的硼化物, 碳化物包括纳米纤维及碳钠水管, 在隐身材料方面的应用将大有 作为.





图 4-1 F-117A 型隐形战斗机

材料化学的主要目的是从分子水平到宏观尺度认识结构与性能的相互关系,在合成和加工材料过程中有意识地控制材料的组成和结构,从而获得具有预期使用性能的材料。材料的性能包括使用性能和「2性能。使用性能是指材料的物理、化学、力学性能等。「2 性能指加工过程中所反映出来的性能,材料的用途取决于其性能,不同的应用场合对材料的性能有不同的要求。例如,结构材料首先关注材料的力学性能,电子材料重点关注其电性能,光学材料则关注其光学性能等。本章介绍材料的各种性能与其组成、结构的关系、以及对性能的测试表征方法。



4.1 材料的化学性能

材料的化学性能指材料抵抗各种化学作用的能力,即化学稳定性。由于组成和结构的 差异,不同材料化学性能的特点不同。金属材料主要涉及氧化、腐蚀问题,即生锈现象; 无机作金属材料主要关注其耐酸碱性,高分子材料则主要关注耐有机溶剂性以及老化问题。

4.1.1 耐氧化性

除少数贵金属(如金、铂)外,多数金属在空气中都会被氧化而形成金属氧化物,如铁或锅铁会生锈,铜会形成铜绿等。腐蚀对于金属材料和制品有严重的破坏作用,铜材如果腐蚀 1%,其强度就要降低 5%~10%。在不同的使用环境中,金属的腐蚀情况也会有所不同,如铁在潮湿的空气中或泡在水里(特别是海水里)很容易生锈,而在干燥空气中则相对稳定。这是因为存在不同的腐蚀机理,即化学腐蚀和电化学腐蚀。

化学腐蚀是指金属直接与周围非电解质接触发生的纯化学作用。以空气中的金属为例。首先是金属吸附空气中的氧气分子、发生氧化还原反应形成金属氧化物、氧化物成核、生长并形成氧化膜。当生成的氧化膜很致密时、氧分子不能穿过氧化膜、阻止了金属进一步被氧化。由于致密氧化膜本身很薄,一般情况下并不影响金属的使用性能、并使金属具有良好的耐腐蚀性。如在刺中加入对氧的亲和力比铁强的Cr、Si、AI等。可以优先形成稳定、致密的Cr、O、SiO、AIO。等氧化物保护膜、直提高钢的高温抗腐蚀性能。

电化学腐蚀指金属在电解质溶液中由于原电池作用而引起的腐蚀。包括金属在潮湿空气中的人气腐蚀。在酸、碱、盐溶液和海水中发生的腐蚀。在地下上壤中的腐蚀。以及在不同金属的接触处的腐蚀等。电化学腐蚀的原理是原电池作用。即当两种金属材料在电解质溶液中构成废电池时,作为阴极的金属会被腐蚀。这种能导致金属腐蚀的原电池称为腐蚀电池,只要形成腐蚀电池,阳极金属减分发生复化反应而谓到电化学腐蚀。如铁的电化学腐蚀过是如下。

阳极:
$$Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$$

阳极: $H_2O + \frac{1}{2}O_2 + 2e^{-} \longrightarrow 2OH^{-}$

由电极反应产生下述后果,

$$Fe^{2^{+}} + 2OH^{-} \longrightarrow Fe(OH)_{2}$$

$$4Fe(OH)_{2} + O_{2} \longrightarrow 2(Fe_{2}O_{3} \cdot H_{2}O) + 2H_{2}O$$

形成腐蚀电池必须具备 "个基本条件;①不同金属或同种金属的不同区域间有电位差存在,且电位差越大、腐蚀越剧烈。较活淡金属的电位较低、成为附极而遭受腐蚀;较不活泼金属电位较高,作为阴极起传递电子的作用,不受腐蚀。②两极材料共处于相连通的电解质溶液中。湖湿的空气因溶解了 SO. 等酸性气体,而构成了电解质溶液。③具有不同电位的金属之间必须有导线连接或直接接触。

由于空气中存在大量的水蒸气、酸性气体,所以电化学腐蚀要比化学腐蚀更普遍,危害性也更大。为防止金属发生电化学腐蚀,可通过抑制上述三个条件中的任一条件,使腐蚀电池不能形成。例如, 在金属涂料底漆中加入缓蚀剂, 可借助界面吸附作用将金属表面吸附的水置换出来; 底漆中所含的水分,可被缓蚀剂的胶粒或界面膜稳定在油中,不与金

属直接接触。还可采用牺牲阳极的保护法, 在金属材料上外加较活泼的金属作为阳极, 而被保护金属作为阴极, 发生电化学腐蚀时阳极被腐蚀, 金属材料则得以保护。

4.1.2 耐酸碱性

根据无机非金属材料对酸碱的耐受性不同,将其分为耐酸材料和耐碱材料。...氧化硅 是酸性氧化物,以其为主要成分的材料在酸性环境下稳定,而在碱液中将会被溶解或侵蚀,如盛碱液的玻璃瓶不能用玻璃盖、碱式滴定管有别于酸式滴定管等。其侵蚀反应为

另外, 硅酸盐材料会被氢氟酸所腐蚀, 其反应为

$$SiO_2 + 4HF \longrightarrow SF_4 \uparrow + 2H_2O$$

 $SiF_4 + 2HF \longrightarrow H_2[SiF_6]$

大多数金属氧化物都是碱性氧化物,以其为主要成分的材料具有较强的耐碱性,而易受酸侵蚀或溶解。

在一些应用领域、金属材料的耐酸酸性也必须考虑。如在氯酸工业中,使用很多的不锈钢、碳钢和灰铸铁直接接触酸液,耐酸性是重要问题。为此、人们不断研究开发耐酸蚀的金属材料、如高镍奥氏体铸铁是一种发展较早、用途广泛的耐酸蚀合金铸铁。此外、铸铁中加入适量的 Mn、Cr、Cu、通过热处理得到奥氏体一碳化物的自口组织。这种合金铸铁在加入适量的 Mn、Cr、Co、通过热处理得到奥氏体一碳化物的自口组织。这种合金铸铁在加入适量的 Mn、Cr、Co、通过热处理得到奥氏体一碳化物的自己组织。这种合金铸铁的点蚀及石墨腐蚀现象。镍铬铸铁中间从两上。或以降低材料成本、同时保证合金铸铁良好的耐破蚀性。其耐蚀机理是,或蚀后稀土高镍铬铸铁表面生成完整、致密的 y-(Fc、Cr)、Q、银 化腺和 Na。SO、FeCl、等附着物,使材料本体受到保护。

对于高分子材料来说,其主链原子以共价键结合,化学稳定性较好,一般对酸和碱都有较好耐受性。

4.1.3 耐有机溶剂性

金属材料和无机非金属材料有良好的耐有机溶剂性能、而高分子材料则要考虑其对有机溶剂的耐受性。热塑性高分子材料,般由线形高分子构成、很多有机溶剂都可以将其溶解、热固性高分子在有机溶剂中不溶解、但能溶胀、使材料体积膨胀、性能变差。不同的高分子材料,其分子链及侧基不同。对各种有机溶剂表现出不同的耐受性。此外,组织结构对耐溶剂性也有较大影响。例如、作为结晶性聚合物、聚乙烯在大多数有机溶剂中都难溶、因而具有很好的耐溶剂性。

4.1.4 耐老化性

高分子材料在使用过程中面临的重要问题是老化,即性质、状态发生变化,力学性能 下降等。很多高分子材料在太阳光照射下容易老化,这主要因为聚合物分子链吸收太阳光 中的紫外线能量而发生光化学降解反应。含不饱和结构的聚合物,如聚异戊二烯等能直接 吸收紫外光,在消除氢原子后生成共轭的烯丙基自由基:



$$CH_1$$
 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_3 CH_2 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5 CH_6 CH_7 CH_8 CH_8

空气中的复生可参与光路解过程,在紫外线(太阳光)的照射下,与高分子材料进行自由基 反应。自由基形成后容易导致高分子链的断裂,使高分子材料被降解。羰基容易吸收紫外光, 因此含羰基的聚合物在太阳光照射下容易被氧化降解。例如,聚氯乙烯氧化腐蚀时,首先氧化 生成羰基、接着进行氧化裂解、生成物能进一步进行反应、生成羰基。由于氧化降低了相对 分子质量,并引入了其他官能团,使聚氯乙烯的渗透和溶解能力大大增加,造成腐蚀破坏。



图 4-2 聚四氟乙烯板材

高分子的化学结构和物理状态对其老化变质有着极其 重要的影响。如聚四氟乙烯有极好的耐老化性能,如 图 4-2 所示, 这是因为电负性最大的氟原子与碳原子形成 牢固的化学键。同时, 氟原子的尺寸大小适中, 能把碳链 紧紧包围住,如同形成了一道坚固的"围墙"、保护碳锌免 受外界攻击。聚乙烯相当于把聚四氟乙烯的所有氟换成氢, 而 C-H 键不如 C-F 键结合牢固, 且氢原子的尺寸很小, 在聚7.烯分子中不像领原子那样能把碳锌包围住。因此, 聚乙烯的耐老化性能比聚四氟乙烯差。聚丙烯分子的每一

个锛节中都有一个甲基支链(含有权碳原子),其上的氢原子容易脱掉而成为活性中心,引 起迅速老化。所以、聚丙烯的耐老化性能还不如聚乙烯。此外、分子链中含有不饱和双 键、聚酰氨的酰氨键、聚碳酸酯的酯键等,都会降低高分子材料的耐老化性。

为了防止或减轻高分子材料的老化。在制造成品时通常加入适当的抗氧化剂和光稳定 剂。其中光稳定剂主要有光屏蔽剂、紫外线吸收剂、猝灭剂等、光屏蔽剂指能在聚合物与 光辐射源之间起屏喷作用的物质、如聚乙烯的铝粉涂层以及分散下橡胶中的炭黑;紫外线 吸收剂可吸收并消散能引发聚合物降解的紫外线辐射、其能透可见光、但吸收紫外线、猝 灭剂能消散聚合物分子激发态的能量,是很有效的光稳定剂。

4.2 材料的力学性能

材料在实际应用中要受到外界各种力的作用,力对材料的作用方式有拉伸(tensile)、 压缩(compressive)、弯折(bending)、剪切(shear)等,如图 4 3 所示。材料受到外力作

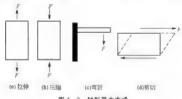


图 4-3 材料受力方式

用时,表现出,定程度的形变,当受力足够大时,则发生破坏(如断裂)。材料的力学性能,就是材料抵受外力作用的能力,其表征方法包括强度(strength)、韧性(toughness)以及硬度(hardness)等。

4.2.1 材料的强度

通过测量材料受力时的形变情况,可以获得材料强度的数据。在工程学上、材料受力 用应力(stress)表示、等于样品在单位横断面积上所承受的负荷F。若样品的原始横断面积为A。、则应力 σ 为

$$\sigma = F/A_0 \tag{4-1}$$

材料受力发生的形变为应变(strain)、符号为 ε 、等于样品受力时相对长度的变化、可表示如下:

$$\varepsilon = (l - l_0)/l_0 \qquad (4 - 2)$$

式中, 1。为试样的原始长度, 1为试样受力变形后的长度。

利用如图 4-4 所示的装置可以测量材料应变随应力变化的情况、测量时、施加恒定而缓慢的拉力、得到的 σ - ϵ 曲线称为应力-应变曲线。典型的应力-应变曲线如图 4-5 所示。不同力学性能的材料,其 σ - ϵ 曲线有所不同,曲线 A 对应于韧性较大的材料,曲线 B 对应于韧性较低(即脆性)的材料。

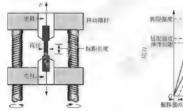


图 4-4 应力-应变曲线测量装置图

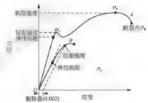


图 4-5 应力-应变曲线

以曲线 A 为例, 在起始阶段, 材料受力作用而发生变形, 当外力撤去后, 可以恢复原状, 这称为弹性形变, 属于非永久性形变。在该阶段中, 应力与应变呈线性关系, 即

$$\sigma = E_{\mathcal{E}}$$
 (4-3)

此式是虎克定律(Hooke's law)的表达式,式中 E 称为弹性模量(modulus of elasticity)或 杨氏模量(Young's modulus). 反映材料的坚硬程度或抵抗弹性形变的能力。金属材料具有较高的杨氏模量。如不锈钢为 201GPa. 传为 407GPa. 徒为 45GPa. 龙机非金属材料的 杨氏模量通常也较高,如玻璃为 12GPa. 混凝上为 $25\sim37\text{GPa}$. 典型高分子材料的杨氏模量通常也较高,如玻璃为 12GPa. 混凝上为 $25\sim37\text{GPa}$. 典型高分子材料的杨氏模量通常也较高,如玻璃为 12GPa. 弹性较差。在弹性形变阶段,弹性变形的最大值所对应的应力称为弹性极限,用 0.8 表示。

超过弹性极限后,应力与应变之间的直线关系被破坏。当撤去应力,试样的变形只能 部分恢复,即材料进入塑性形变阶段。应力随应变增加而继续增大,但达到某一个值后反



而下降,该值即为材料的屈服强度(yield strength,σ,),表示材料开始发生明显塑性形变的抗力。对于没有明显屈服点的材料、规定以产生0.2%残余变形的应力值σ,为其屈服强度。可以把应力 应变曲线的弹件形变段直线向有平移0.002 应变量、其延长线与应力 应变曲线的交点所对应的应力即为屈服强度、如图 1 5 中曲线 8 所示。因为塑性形变意味着材料尺寸发生不可恢复的改变,所以屈服强度往往是材料洗择的主要依据。

从结构上讲、塑性形变的产生、对于晶体材料是由于位错的滑移、或者原子面通过位 错的形成和移动面依次的滑移。而非晶体材料则是基于黏性流(viscous flow)。影响材料 屈服强度的内在因素主要有结合键、组织和结构等。无机非金属材料是共价键或离子键结 合、故具有很高的服服强度;高分子材料分子链间的结合力弱、故屈服强度很低。固溶强 化一形金强化。宏龄强化等息根高材料屈服强度的贵阳 4.段

过了屈服点、应力有时会稍降,然后继续增大、试样发生明显而均匀的塑性变形。当成力达到最大值。。时、试样的均匀变形中止。σ。值称为材料的抗拉强度(tensile strength)或极限强度,表示材料在载荷作用下发生断裂前的最大应力。金属材料中、铝的σ。为50MPa。高强度锅的σ。为3000MPa。在σ。以后、试样开始发生不均匀塑性变形并形成领(necking)。应力下降、当应力达到σ。时,试样断裂。σ。称为材料的断裂应力(fracture stress),表示材料对塑性变形的极限抗力。

上述的 σ 、 σ 、 σ 、 σ)、 σ 。和 σ 。为材料的强度指标,而材料的延展性或塑性(ductulty)则与材料断裂时的伸长程度有关,可以用伸长率(elongation。 δ)和斯面收缩率(reduction of area、 ϕ)表示。伸长率是试样拉斯后长度的相对伸长量、计算公式为

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100 \% \tag{4-4}$$

式中, l, 为试样拉断后的长度, 将 δ≥5%的材料称为塑性材料; δ<5%的材料称为脆性材料。 试样拉伸后其断面积减小, 断面收缩率基试样拉斯后横断面的相对收缩值, 用下式计算;

$$\phi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\% \tag{4-5}$$

式中, A。为试样原始横断面积, A. 为断口处的横断面积。

很多金属材料既有高强度、又有良好的延腰性、多晶材料的强度高于单晶材料。这是 因为多晶材料中的晶界可中断位错的滑移、改变滑移的方向、通过控制晶粒的生长。可以 达到强化材料的目的。此外、固溶体或合金的强度高于纯金属、简单来说是因为杂质原子 的存在对位错运动具有牵制作用。无机非金属材料中的原子以离子键和共价键结合,由于 货价键的方向性、晶体中的位错很难运动,所以多数无机非金属材料的延腰性很差、屈服 强度高。例如、SiC 的屈服强度为10GPa、NbC 为 6GPa。

除了拉伸试验、材料的强度还可用弯折试验、冲击试验等方法测量表征。

4.2.2 材料的硬度

硬度是材料局部抵抗硬物压入其表面的性能、材料的硬度越大,其他物体压入其表面 越困难。硬度是材料的重要力学性能之一。表示材料表面抵抗局部塑性变形和破坏的能力,是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。常用的硬度表示方法如下。

1. 布氏硬度

布氏硬度(Brinell hardness)测试如图 4 6(a)所示, 在直径为 D(-般为 10mm)的硬钢

球上施加负荷 F, 压入被测金属表面, 保持规定时间后卸载, 根据被测金属表面压痕直径 D, 使用下式计算布氏硬度 HB.

HB
$$\frac{F}{(\pi/2)D(D-\sqrt{D^2-D_1^2})}$$
 (4 - 6)

布式硬度压痕较大,测量值准,适用于测定未经淬火的钢、铸铁、有色金属或质地轻 套的轴承合金等,不适用于测定硬度较高的材料。

2. 洛氏硬度

洛氏硬度(Rockwell hardness)测量如图 1-6(b)所示。用一个顶角 120°的金刚石圆锥体或直径为 1.59mm。3.18mm 的锅球、在一定栽荷 F F F L 被测材料表面。由压痕的深度 A 求出材料的硬度,压入深度 h 越大、硬度越底;反之则硬度越高。计算中为了使数值 越大硬度越高,采用一个常数 K 減去 A 来表示硬度的高低,并用每 0.002mm 的压痕深度 为一个硬度单位。由此获得的硬度称为洛氏硬度,用 HR 表示。即 HR 一(K — h) /0.002。根据试验材料健度的不同,分 HRA、HRB 和 HRC 三种不同的标度,其中 HRC 和 HRA 的 K 值取 0.26。HRA 是采用 60kg 载荷和钻石锥压人器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等;HRB 是采用 100kg 载荷和直径 1.58mm 淬硬的钢球求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等);HRC 是采用 150kg 载荷和钻石锥压人器求得的硬度,用于硬度较低的材料(如湿火钢、铸铁等);HRC 是采用 150kg 载荷和钻石锥压人器水得的硬度,用于硬度投高的材料(如淬火钢等)。洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,需测数点求平均值,适用于滤品和瘫片。

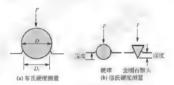


图 4-6 布氏硬度及洛氏硬度的测量示意图

3. 维氏硬度

维氏硬度(Vickers hardness)是以 49.03~980.7N 的负荷。将相对面夹角为 136°的方锥形金 刚石压人器压在材料表面、保持规定时间后卸载、测量压痕对角线长度、再按下式计算硬度;

$$HV=0, 189F/d^2$$
 (4-7)

硬度有很重要的实用意义,如在加工(切削、冲压)零件时,加工工具(车刀或模具)的 硬度应高于被加工零件,才能切除零件多余的边角且保持原状。无机非金属材料由离子键 和共价键构成,由于两种键的强度均较高,故一般都具有较高硬度;金属材料的硬度主要



受金属晶体结构的影响,形成固溶体或合金时可显著提高材料的硬度;高分子材料的分子链以共价键结合,但分子链之间主要以范德华力或氢键结合、键力较弱,因此硬度通常较低。

4.2.3 疲劳性能

疲劳(fatigue)指材料在循环受力(拉伸、压缩、弯折、剪切等)下,在某点或某些点产生局部的永久性损伤,并在一定循环次数后形成裂纹或使裂纹进一步扩展直到完全断裂的现象。疲劳破坏是一种损伤积累的过程,因此它的力学特征不同于静力破坏。在循环应力远小于静强度极限情况下破坏就可能发生,但不是立刻发生的,而要经历一段时间甚至很长的时间。在疲劳破坏前、匆牲材料有时也没有显著的晚全变形。

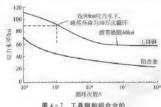


图 4-7 工具钢和铝合金的 S-N 曲线(1ks=6894.76kPa)

疲劳性能就是材料抵抗疲劳破坏的能力、常以S-N 曲线表征、S 为应力水平、N 为疲劳寿命、即在循环载荷下、产生疲劳破坏所需的应力或应变循环数。在S-N 曲线上、对应某一寿命值的最大应力称为疲劳强度。由图 4-7 可见、高应力下寿命较短、随者应力降低、寿命不断增加,经过无限多次循环应力、均衡特米不发生撕裂的最大应力、够存存的劳极限、用σ-1表示。鉴于疲劳极限定义为指定

循环基数下中值的疲劳强度。对于 S-N 曲线具有水平线段的材料,如图 1-7 中的工具 铜,循环基数取 10° ; 对于 S-N 曲线无水平线段的材料,如图 1-7 中的铝合金,循环基数取 $10^\circ\sim10^8$.

陶瓷、高分子材料的疲劳强度很低, 金属材料的疲劳强度较高, 纤维增强复合材料也 有较好的抗疲劳性能。循环应力特征、温度、材料组成和组织、残余应力等因素对材料的 疲劳强度有较大的影响。

4.3 热学性能

材料的热学性能在现代机械装备制造中是非常重要的。先进航空发动机的涡轮温度接近 1800℃; 航天飞机在重返大气层时要能承受 1600℃ 或更高的温度,这就需要根据材料的热学性能进行选材。材料的热学性能主要包括导热性、热膨胀性等。

1、异热性

导热性好的材料可以实现迅速而均匀地加热,而导热性差的材料只能缓慢加热。一旦

导熱性差的材料快速加热,将产生变形,甚至开裂。材料的导热性能与原子和自由电子的 能量交换密切相关。金属材料的导热性优于陶瓷和高聚合物,这是因为金属材料的导热性 主要通过自由电子运动来实现,而非金属材料(陶瓷和高聚物)中自由电子较少,导热靠原 子热振动来完成,故一般其导热能力差。导热性差的材料可减慢热量的传输过程。

2. 执膨胀性

3. 热宏

将 1mol 材料的温度升高 1K 时所需要的热量称为热容、单位质量的材料温度升高 1K 所需要的能量称为比热容、工程上通常使用比热容。 运属热容实质上反映了金属中原子热振动能量状态改变时需要的热量。当金属被加热时、金属吸收的热能上要为点阵所吸收、从而增加金属离子的振动能量、另外还被自由电子所吸收、从而增加了自由电子的运动为能。因此、金属中属子热振动对热容作出了主要的贡献、而自由电子的运动为能。

4. 热稳定性

热稳定性是指材料承受温度的急剧变化而不致破坏的能力, 又称抗热振性。由于无机 材料在加工和使用过程中, 经常会受到环境温度起伏的热冲击, 因此, 热稳定性是无机材 料的一个重要性能。

材料在热冲击循环作用下表面开裂、刺落、并不断发展、最终碎裂或变质,这种破坏的性能称为抗热冲击损伤性。热稳定性,难以承受的温度差来表示。但材料不同,表示方法也不同,应用场合的不同,对材料热稳定性的要求也各异。例如,对于,般日用瓷器,只要求能承受温度差为 200K 左右的热冲击,而火箭喷嘴就要求瞬时能承受高达 3000~4000K 的热冲击,而且要经受高热气流的机械和化学作用。

5. 热防护

根据材料的热学性能对工作在高温环境中的机械装备进行热防护,对保证结构的安全 可靠性是非常重要的。热防护是航天器的关键技术之一,如冉人防热结构可使航天器在气 动加热环境中免遭烧毁和过热。冉人防热方式主要有热容吸热防热、辐射防热和烧蚀防 执等。

1) 热容吸热防热

该方法利用防热材料本身热容在升温时的吸热作用作为主要吸、散热的机理,要求防 热材料具有高的热导率、比热容和熔点,通常采用表面涂镍、铜或铍等金属。这种方式的 优点是结构简单,再人时外形不变,可重复使用;缺点是工作热流受材料熔点的限制,质量大,已为其他防热方法所代替。

2) 辐射防热

该方法利用防热材料在高温下表面的再辐射作用作为主要散热机理。辐射热流与表面温度的四次方成正比、因此、表面温度越高、防热效果越显著、但工作温度受材料熔点的限制。根据航天器表面不同的辐射平衡温度,一般选用镍铬合金或铌、钼等难熔金属合金板来将作辐射防热的外壳。随着陶瓷复合材料的出现和低密度化、带有表面涂层的轻质泡浓沸的笼块开始在辐射防热方式中得到应用。辐射式防热结构的最大优点是适合于低热流环境下长时间使用。缺点是适应外部加热变化的能力较差。



图 4-8 烧蚀防热材料——高硅氧布

3) 烧蚀防热

该方法利用表面烧蚀材料在烧蚀过程中的热解吸收等一系列物理、化学反应带走大量的热来保护构件。烧蚀防热广泛应用于航天器的高热流部位的热防护。如导弹头部、航天器返回舱外表面、固体火箭发动机的壳体及喷管等。烧蚀防热材料如图 4-8 所示。碳-碳复合材料是用得最少的烧蚀材料,它是以碳纤维织物为增强物质、以碳为基体的一种强度极高的材料。当这种复合材

料和大气发生强烈摩擦且温度超过 3400°C 时会直接变成气体,并且带走大量的热。用这种 材料作为火箭头部的保护层,可以保证火箭高速、安全地穿越大气层。

4.4 电学性能

材料的电学性能是指材料受电场作用而反映出来的各种物理现象。主要包括导电性、 压电性和介电性能等。

1. 异电性

导电性是指材料传导电流的能力。导电性的大小用电导率 σ 表示,电导率为电阻率 ρ 的倒数,即 1 ρ 、单衍为 Ω^{-1} • m⁻¹。根据电导率或电阻率数值的大小,可将材料分成超导体、导体、半导体、绝缘体等,其电阻率分布为,超导体 ρ = 0.0 Ω • m, 半导体 ρ =10 Ω • m, 绝缘体 ρ =10 Ω • m, 如图 4 - 9 所示。

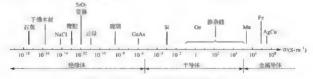


图 4-9 导体、半导体和绝缘体的电导率范围

金属材料的导电性比非金属(陶瓷、高聚合物)材料大很多倍。一般金属材料的导电性 随温度的升高而降低。陶瓷材料大多数是良好的绝缘体、故可用于制作从低压(1kV以下) 至超高压(110kV以上)的隔电瓷质绝缘器件。

绝大多数高聚合物材料通常都是绝缘体。一般纯的聚合物是不导电的、某些聚合物能够通过掺入特殊杂质并控制其数量而获得导电性,这就是导电聚合物。导电聚合物具有防静电的特性,因此,它可以用于电磁屏蔽。导电聚合物同时具有掺杂和服掺杂特性,因此,可以做可允放电的电池、电极材料。导电聚合物能够吸收微波,可以做隐身飞机的涂料。利用导电聚合物可由绝缘体变为半导体再变为导体的特性,可以使巡航导弹在飞行过程中隐形,然后在接近目标后绝缘起爆。

2. 介电性能

介电性能是指在电场作用下,材料表现出对静电能的储蓄和损耗的性质。其是由于在 外电场作用下材料产生电极化所致,在电场作用下能建立极化的物质称为电介质。介电性 能的主要功能是作为绝缘体和电容极板间的介质。

介电性能用介电常数 ε 来表示。表征材料极化和储存电荷的能力。介电常数与材料成分、温度、电场频率等因素有关。衡量材料介电性能的另两个指标是介电强度 (dielectric strength)和介电损耗。介电强度是一定间隔的平板电容器的极板间可以维持的最大电场强度、又称击穿电压、单位为 V m。当电容器极板间施加的电压超过该值时、电容器格被击穿和放电。介电损耗是指电介质在电压作用下所引起的能量损耗、它是由于电荷运动而造成的能量损失。介电损耗越小、绝缘材料的质量越好、绝缘性能电越好。该值通常用介电损耗利的。可以140倍衡量。一些材料的介电性能见表4-15。

1.164	↑ 介电	常数:	介电强度	
材料	60Hz	10° Hz	/(10 ⁻⁶ V • m ⁻¹)	tanð(10° Hz)
聚乙烯 /	2. 3	2. 3	20	0.00010
聚四氟乙烯	2. 1	2. 1	20	0.00007
聚苯乙烯	2. 5	2. 5	20	0.00020
聚氯乙烯	3.5	3. 2	40	0.05000
尼龙	4.0	3. 6	20	0.04000
橡胶	4.0	3. 2	24	_
酚醛树脂	7.0	4. 9	12	0.05000
环氧树脂	4.0	3. 6	18	_
石蜡	_	2. 3	10	_
熔融氧化硅	3.8	3. 8	10	0.00004
钠钙玻璃	7.0	7. 0	10	0.00900
三氧化二铝	9.0	6. 5	6	0.00100
氧化钛	-	14~110	8	0.00020

表 4-1 一些材料的介电性能



23.00	介电池	έ数ε	介电强度	tanð(10°Hz)		
材料	60 H z	10° Hz	/(10 ⁻⁶ V·m ⁻¹)			
云母	_	7. 0	40	_		
水	_	78. 3	_	_		

普通高聚物材料具有较高的耐电强度,因而广泛应用于约束和保护电流。介电体的其 他性能还有电致伸缩、压电效应和铁电效应等。

3. 超异现象

导体在温度下降到某一值时,电阻会突然消失,这一现象称为超导现象。超导现象是在1911年由荷兰物理学家昂尼斯首先发现的。电阻突然变为零时的温度称为临界温度, 具有超导性的物质称为超导体。超导体在超导状态下的电阻为零,可输送大电流而不发热,不损耗,具有高载流能力,可长时间无损耗地储存大量的电能并能产生极强的磁场。

目前发现具有超导电性的金属元素有钛、钒、锆、铌、钼、钼等,非过渡族元素有 铋、铝、锡、镉等。但由于实现超导的温度太低、获得低温所消耗的电能远远超过超导所 节省的电能、因而阻碍了超导技术的推广。要实现超导体的大规模应用。关键是大幅度提 高超导体的临界温度。



图 4-10 超导材料

超导技术在军事上有广泛的应用前景。例如、超导电磁测量装备使极微弱的电磁信导都能被采集、处理和传递、实现高精度的测量和对比。采用超导量子干涉仪的磁异常探测系统,不但可探测敌方的地雷、潜艇,而且还能制成灵敏度极高的磁性水雷。由于超导材料(见图4-10)具有高载流能力和零电阻的特点,可长时间无损耗地储存大量电能,需要时储存的能量可以连续释放出来、因此,在此基础上可制成超导储能系统。超导储能系统容量大,体积却很小,可代替军车、坦克上军重的油箱和内燃机。

4. 压电性

压电性指晶体材料按所能加的机械应力成比例地产生电荷的能力。为了获得压电性所需要的极性,可以通过暂时能加强电场的方法。使原来各向同性的多晶陶瓷发生"极化"。这种"极化"可以在压电陶瓷中发生。类似于永久磁铁的磁化过程。近年来,压电材料(图 4 11)发展较快。在不少场合已经取代了压电单晶、其在电、磁、光、声、热和力等变互效应的功能转换器件中得到了广泛的应用。

当对石英晶体在 ·定方向上施加机械应力时,在其两端表面上会出现数量相等、符号相反的束缚电荷;当作用力反向时,表面电荷电性也反号,而且在 ·定范制内电荷密度与作用力成正比。反之,石英晶体在 ·定方向的电场作用下,则会产生外形尺寸的变化,在 ·定范围内,其形变与电场强度成正比。前者称为正压电效应,后者称为逆压电效应,统称压电效应。具有压电效应的物体称为压电体。

晶体的压电效应的本质是因为机械作用 (应力与应变)引起了晶体介质的"极化",从 而导致介质两端表面上出现符号相反的束缚 电荷,其机理如图 4-12 所示。图 4-12(a) 表示压电晶体中质点在某方向上的投影。此 时晶体不受外力作用,正电荷重心与负电荷 重心重合,整个晶体总电矩为零(这是简化了 的假定),因而体施加机械力时,晶体由于形变 导致正,色由荷垂心不垂合,即由短发生变



图 4-11 压电材料

化,从而引起晶体表面荷电。图 4-12(b) 为晶体在压缩时的荷电情况,图 4-12(c) 为杭伸时的荷电情况。在后两种情况下,晶体表面电荷符号相反。

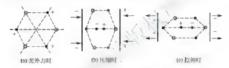


图 4-12 压电效应机理示意图

4.5 磁学性能

磁学性能是材料受磁场作用而反映出来的性能。磁性材料在电磁场的作用下,将 会产生多种物理效应和信息转换功能。利用这些物理特性可制造出具有各种特殊用途 的元器件,在电子、电力、信息、能源、交通、军事、海洋与空间技术中得到广泛的 应用。

1. 磁性参数

- (1) 饱和磁感应强度:磁性体被磁化到饱和状态时的磁感应强度。在实际应用中,饱 和磁感应强度往往是指某一指定磁场(基本上达到磁饱和时的磁场)下的磁感应强度。
- (2)剩余磁感应强度(简称刺磁);从磁性体的饱和状态,把磁场(包括自退磁场)单调 地减小到零时残留的磁感应强度。
- (3) 矫顽磁场强度(矫顽力): 是从磁性体的饱和磁化状态,沿饱和磁滞曲线单调改变 磁场强度,使磁感应强度 B 减小到零时的磁场强度。
- (4)居里温度(居里点):铁磁性材料(或亚磁性材料)由铁磁状态(或亚铁磁状态)转变为顺磁状态的临界温度。在此温度下、材料表现为强顺磁性。

2、磁性的分类

根据材料的磁化率,可以将材料的磁性大致分为五类,即抗磁性、顺磁性、铁磁性、



万铁磁性和亚铁磁性,

1) 抗磁性

某些材料在外磁场的作用下、磁化了的介质感生出的磁偶极子的作用与外磁场方向相反,使得磁化强度为负,这类材料的磁性称为抗磁性。如 Bi、Cu、Ag、Au 等金属。

2) 顺磁性

顺磁性物质的主要特征是不论外加磁场是否存在,原子内部存在永久磁矩。但在无外加磁场时,由于顺磁场的原子做无规则的热运动,宏观表现为无磁性,如图 1 13(a)所示。在外加磁场的作用下,每个原子磁矩量比较规则的取向,物质量现极弱的磁性。顺磁性物质主要有过渡元素、稀土元素、偏系元素及铝、铂等金属。

3) 铁磁性

抗磁性和順磁性物质的磁化率绝对值较低、因而属于弱磁性物质。铁、钴、镍室温下的磁化率可达 10° 数量级、磁偶极子同向排列、属于强磁性物质、这类物质的磁性称为铁磁性、如图 4-13(b)所示。但这些金属加热至居里温度时、会突然失去磁性。铁、钴、镍的居里温度分别为 768 \mathbb{C} 、350 \mathbb{C} 、1100 \mathbb{C} 。

4) 反铁磁性

某些材料在外磁场作用下,尽管每个磁偶极予的强度很高,但相邻的磁偶极予所产生的磁矩反向排列,磁化强度大小相等、方向相反,相互抵消。这类材料称为反铁磁性材料,其磁化强度为零,如图 1-13(c)所示。反铁磁性物质大都是非金属化合物。

5) 亚铁磁性

在飲氣体(Fe,C) 中 A 付离子与 B 付离子的磁偶极子存在反向平行特性, 磁偶极子的 强度和离子数目也可能不相等, 从而导致其磁性不会完全消失, 往往保留了剩余磁矩, 表 现出一定的铁磁性, 称为亚铁磁性或铁氧体磁性, 如图 1-13(d)所示。铁氧体磁性材料可 以对外加磁场提供相当高的放大作用。



图 4-13 原子磁矩取向和材料的磁件

3. 材料的磁学性能

1) 金属材料的磁学性能

金属材料中仅有三种金属(铁、钴、镍)及其合金具有显著的磁性,称为铁磁性材料。 其他金属、陶瓷和高聚物均不呈磁性。铁磁性材料很容易磁化,在不很强的磁场作用下, 就可以得到很大的磁化强度。

2) 无机非金属材料的磁学性能

磁性无机材料具有高电阻、低损耗的优点,在电子、自动控制、计算机、信息存储等 方面应用广泛。磁性无机材料一般是含铁及其他元素的复合氧化物,通常称为铁氧体,属 于半导体范畴。

3) 高聚合物材料的磁学性能

大多数高聚合物材料为抗磁性材料。顺磁性仅存在于两类有机物中: 一类是含有过渡 族金属的;另一类是含有属于定域态或较少离域的未成对电子(不饱和键、自由基等)。例 如、由顺磁性离子和有机金属乳化物可合成顺磁聚合物、电荷转移络合物一般也具有顺磁 性,在900~1100°热解的聚丙烯腈具有中等饱和磁化强度的铁磁性。

4. 磁性材料

铁磁性物质和亚铁磁性物质属 F强磁性物质,通常将这两类物质统称磁性材料,如图 4 14 所示,常用的磁性材料主要有以下几种。

- (1) 铁氧体磁性材料:一般指氧化铁和其他金属氧化物的复合氧化物。铁氧体磁性材料 多具有亚铁磁性,电阻率远比金属高,饱和磁 化强度低。
- (2) 软磁性材料: 指具有软磁性的材料, 如铁、镍、钴及其合金,以及某些稀土元素的 合金。在居里温度以下,加外磁场时材料具有 较大的磁化强度。



图 4-14 磁性材料

- (3) 亚铁磁性材料: 指具有亚铁磁性的材料, 如各种铁氧体。亚铁磁性材料主要应用 于变压器铁心, 由感器 存储器件等。
- (4) 永磁材料,指磁体被磁化后去除外磁场仍具有较强的磁性,又称硬磁材料。其特点层标面力高和磁能积大,主要有金属水磁材料,铁管体水磁材料等。
- (5) 软酸材料:指容易磁化和退酸的材料。软酸材料与硬磁材料之间的主要区别在于 矫顽力的大小。厂程中将矫顽力小于 800A m 的材料称为软磁材料、矫顽力大于数万 A m 的材料称为硬磁材料、介于两者之间的材料称为半硬磁材料。软磁材料主要有铁铝 合金、铁钴合金、铁镍合金等。

磁性材料在军事领域得到了广泛应用。例如、在水雷上安装磁性传感器。当军舰接近时,传感器就可以探测到磁场的变化而使水雷爆炸。此外、军舰在地球磁场的长钢磁化和机器运转、海浪拍打等内外力作用下,其磁性会不断积累,逐渐变成一个"大磁铁",这对军舰来说是潜在的致命威胁。为提高舰船的生存和防护能力、保障航行安全、军舰要定期进行消磁处理。

材料在磁场作用下发生长度或体积的变化,这种现象称为磁致伸缩。稀土超磁致伸缩材料具有比铁、镍等大得多的磁致伸缩值,能够实现磁、电能与机械能的高效转换。稀土超磁致伸缩材料可用于卫星定位系统、阻尼碱振、太空望远镜的调节机构、飞机机翼调节器等。

4.6 光学性能

光波是·种电磁波,人眼所能感受的电磁波的波长范围为380~780mm,称为可见光。波长小于380mm的相邻波段称为紫外线;大于780mm的相邻波段称为红外线。此外还有波长更短的 X 射线和 γ 射线及波长更长的微波、无线电波等波段的电磁波。与材料的光学



性能相关的光波通常是指紫外线、可见光和红外线这三个波段的电磁波。光和物质的相互作用取决于物质电磁性质的基本参数、即电导率、介电常数、磁导率等。材料的光学特性包括光的吸收、透射、反射、折射等性质、是现代功能材料设计与选用的重要特性之一。光学材料如图 4-15 所示。



图 4-15 光学材料

4.6.1 光的吸收和透过

·東光强为I的平行单色光照射均匀材料时、 · 部分光被材料表面所反射、剩余部分进入材料内部、其中 · 部分光被材料吸收、另 · 部分光透过材料。人射光的原始光强为 $I_0 = I_0 + I_A + I_T$ (4-8)

式中. R 为反射率(reflectivity. I_R/I), A 为吸光率(absorptivity. I_{Λ}/I), T 为透光率 (transmissivity. I_1/I)。各种材料在光学性能上的差异主要是其对光的反射、吸收和透过程度不同。

材料对光的吸收源于电磁波作用于材料中原子时产生的电子极化和电子跃迁, 前者引 起能量吸收和光速变慢, 后者则把光能消耗在电子的激发上。

对于金属来说。电磁波可激发电子到能量较高的未填充态、从而被吸收。但光波只能进入金属约 100mm 察处,所以厚度超过 100mm 的金属是不透明的。对于半导体和其他非金属材料来说、对光的吸收取决于能隙 E_s 。当材料的 E_s >3. 1eV 时,将不能通过电子跃迁吸收可见光,材料是无色透明的;当 E_s <1. 59eV 时,则所有可见光都可以被吸收、材料不透明;当1. 59eV $< E_s$ <3. 26eV 时,部分光波被吸收、材料呈现不同的颜色。此外,晶格热振动对可见光和创外光产生吸收,使无机非金属晶体、陶瓷)材料都可以吸收组外波段的光波。

图 4 16 所示为 - 些无机材料的透光特性。 - 般玻璃在紫外光区(320nm 以下)有较强 吸收,而石英和蓝宝石则可以较好地透过紫外线、因此紫外线波段的应用中常使用石英或 蓝宝石作为材料,如紫外光谱测量必须使用石英比色皿。Si 在红外波段有大约 50%的透过率,且没有杂峰,可用作红外光谱测量的样品基片。

隐身飞机所使用的隐身材料就是采用具有吸波功能的复合材料、涂料等。吸波材料的 机理是使入射电磁波能量在分子水平上产生振荡。转化为热能、有效地衰减雷达回波强 度。按吸收机理不同,可分为吸收型、谐振型和衰减型三大类。

许多纯净的无机非金属材料本质是透明的、但由于加工过程中留下孔洞而变得不透

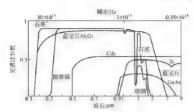


图 4-16 一些无机材料的光透过曲线

明。例如,常规烧结的氧化铝是不透明的、而没有孔洞的多晶氧化铝是半透明的。对于高 分子材料,无定形高分子通常都无色透明、光透过率高、而高度结晶的高分子不透明或透 明性较差,这是由于晶粒对光的散射作用。当晶粒尺寸小于光波长时对光的影响较小、也 可以呈现透明。

4.6.2 光的折射与反射

当光线由一种介质进入另一种介质时, 光在界面上分成了反射光和折射光, 如图 4-17 所示。反射和折射可以连续发生、如光线从空气进入介质时, 一部 入射波 公反射波 分被反射, 另一部分折射进入介质, 当遇到另一界面时类似。

1. 光的折射

材料的折射率随介质的介电常数 ε 的增大而增加,这是由于 ε 与介质的极化观象有关。当材料的原子受到外加电场的作用而"极化"时,正电荷沿着电场方向移动、负电荷沿着场边域场,反负电荷中心产生相对位移。外电场边域场,正、负电荷中心距离越大。由于电磁辐射和原子电于体系的相互作用,光波被减速了。

材料的折射率受其结构影响。单位体积中原子的数目越 多或结构越紧密、则光波传播受影响越大,折射率越大。另 外、原子半径越大,折射率就越大,汶县因为半径较大的原



图 4-17 光通过透明介质 分界面的反射和折射

子有较大的极化率。折射率对于大多数光学材料都是重要指标。例如同样参数的光学透镜 (如眼镜片)、材料的折射率越大、透镜做得越薄。表 4 2 列出了一些无机晶体材料的折射率等光学特性。

表 4-2	一些无机晶体材	料的光学特件

晶体名称	透光范围/µm	折射率n。	主要特点和应用领域
CaF ₂ (萤石)	0.13 -10.5	1. 39	储量高;色散低,可用作高级镜头的消色差镜片;机械性能好 MgF,CaF 单晶广泛应用于微光、红外、紫外光学、高能探测等科技领域
Si	1.2~1.5	3. 43(n 3µm)	半导体工业和红外成像系统中



晶体名称	透光范围/µm	折射率 na	主要特点和应用领域
Ge	1.8~22	4.04(n-3μm)	光纤通信、红外成像系统以及半导体工业中
Al ₂ O ₃ (蓝宝石)	0.14~6.5	1.71	极为坚固、是高压条件下的理想窗口,抗化学攻击力较强,能抗强酸;用作激光晶体
ZnSe	21.8	2.44	在紅外聚光镜、半导体激光器中应用
L1NbO2	0.37~5	1.483	常用于光电调制器和作为激光器中的材料

2. 光的反射

由于光的反射作用,透过部分的光强度减弱。光波投射到材料表面的反射率取决于材料的折射率。陶瓷、玻璃等材料的折射率较空气的大,所以反射损失严重。

反射光线具有明确的方向性,称之为镜反射。在光学材料中,利用镜反射达到各种应用目的。当光照射到粗糙不平的材料表面上时,发生漫反射。漫反射是由于材料表面粗糙,局部的人射角不同,反射光的方向也不同,使总的反射能量分散在各个方向上而形成,材料表面越粗糙,镜反射所占的能量分数越小,如图4-18所示。



图 4-18 粗糙度增加的镜反射、漫反射能量图

3、光的散射

光波遇到不均匀结构会产生次级波,与主波方向不一致,使光偏离原来的方向而引起散射,减弱光束强度。所以,材料中如果有光学性能不均匀的结构,如含有小粒子的不透明介质、光性能不同的晶界相、气孔或其他夹杂物,都会引起一部分光束被散射。因而散射现象也是由介质的不均匀性引起的。

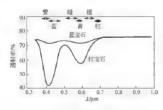


图 4-19 蓝宝石和红宝石的光透过曲线

4. 材料的颜色

金属材料的颜色取决于其反射光的波 长,而无机非金属材料的颜色则通常与光 吸收特性有关。透明无机材料可以通过改 变成分而呈现不同颜色。例如,无机玻璃 可在熔融状态下加入过渡元素或稀土元素 来获得不同颜色。Al₂O₂ 中的少量 Al² 被 Ti³ 替换后 呈现浅蓝色,称为蓝宝石; Al² 被少量 Ch² 替赖则呈现红宝石的红色。 由图 4 19 可见,蓝宝石在可见光范制几 乎是均匀透射的,只是在蓝紫光线和黄绿光线附近有微弱吸收,因而颜色很浅;而红宝石对蓝紫光线有强烈的吸收,而且对黄绿光也有少量吸收,致使其呈现深红色。

4.7 材料的工艺性能

材料在加工过程中对不同加工特性所反映出来的性能,称为工艺性能。它表示材料制成具有一定形状和良好性能的零件或零件毛坯的可能性及难易程度。材料工艺性能的好坏又直接影响零件的质量和制造成本。由材料到毛坯最后制成零件,一般需要经过多道加工工序。因此,要求材料具有足够的工艺适应性。

1. 铸造性能

铸造性能是指材料用铸造方法获得优质铸件的性能。它取决于材料的流动性和收缩性、流动性好的材料,充填铸模的能力强,可获得完整而致密的铸件,收缩率小的材料,铸造冷却后,铸件缩孔小,表面无空洞,不会因收缩不均匀而引起开裂,尺寸比较稳定。金属材料中铸铁, 育制有较好的铸造性能,可以铸造,也形状复杂的铸件。工程则料在某些成形工艺(如注射成形)方法中要求流动性好,收缩率小。

2. 塑性加工性能

塑性加工性能是指材料通过塑性加工(锻造、冲压、挤压、轧制等)将原材料(如各种型材)加工成优质零件(毛坯或成品)的性能。它取决下材料本身塑性高低和变形抗力(抵抗变形能力)的太小。

塑性加工的目的是使材料在外力(载荷)作用下产生塑性变形而成形、获得较好的性能。塑性抗力小表示材料在不太大的外力作用下就可进行变形。金属材料中制、铝、低碳铜具有较好的塑性和较小的变形抗力。容易塑性加工成形、而铸铁、硬质合金则不能塑性加工成形。热塑性塑料可通过格压和压塑成性。

3. 热处理性能

热处理性能主要指钢接受淬火的能力(即淬透性),用淬硬层深度来表示。不同钢种、接受淬火的能力不同。合金钢淬透性能比碳钢好,这意味着合金钢的淬硬深度厚,也说明较大零件用合金钢制造后可以获得均匀的淬火组织和力学性能。

4. 焊接性能

焊接性能是指两种相同或不同的材料,通过加热、加压或两者并用将其连接在一起所 表現出來的性能。影响焊接性能的因素很多,导热性过高或过低、热膨胀系数大、塑性低 或焊接时容易氧化的材料,焊接性能、般较差。焊接性能差的材料焊接后、焊缝强度低、 还可能出现变形、开裂现象。选择特殊焊接 L 2 不仅可以使金属与金属焊接、还可以使金属与陶瓷、塑料与烧结材料焊接。

5. 切削性能

切削性能是指材料用切削刀具进行加工时所表现出来的性能。它取决 F刀具使用寿命 和被加工零件的表面粗糙度。凡使刀具使用寿命长,加工后表面粗糙度低的材料,其切削



性能好; 反之则切削性能差。金属材料的切削性能主要与材料的种类、成分、硬度、韧性、导热性等因素有关。一般钢材的理想切削硬度为 HB160~230、钢材若硬度太低、切削时容易"黏刀", 使表面粗糙度高; 若硬度太高, 则切削时易磨损刀具。



- 1. 什么是腐蚀电池? 其形成应具备哪些基本条件?
- 2. 材料的强度指标有哪些? 这些指标各代表什么含义?
- 3. 何谓材料的塑性? 塑性用何种指标来评定?
- 4. 比较布氏、洛氏、维氏硬度的测量原理及应用范围。
- 5. 什么是材料的疲劳? 有哪些指标反映材料的疲劳性能?
- 6. 什么是热膨胀? 其受什么因素影响?
- 7. 何谓压电效应?简述其产生原因。
- 8. 为什么紫外光谱测量必须使用石英比色皿?
- 9、根据材料的磁化率。可以将材料的磁性大致分为哪些?各代表什么含义?
- 10. 举例说明材料的工艺性能。

第5章

金属材料



知识要点	掌握程度 \ \ \ \ \ \	相关知识
金属材料的概论及 金属单质结构	熟悉金属材料的分类、主要特性; 了解金属键、金属的晶体结构、金 属单质结构概况	黑色金属、有色金属、立方最紧密 堆积、六方最紧密堆积、体心立方密 堆积、
金属的性质	掌握金属的物理性质和化学性质	金属的光泽、导电性、导热性、延 展性;金属的氧化反应,与水、酸、 碱的反应
合金的结构	了解金属固溶体及金属化合物的分 类、特性及主要作用	置換固溶体、润隙固溶体、缺位固 容体、正常价化合物、电子化合物、 间隙化合物
金属材料的制备	掌握钢铁、有色金属冶炼的分类; 了解相应的制备原理及工艺	脱碳、脱磷、脱硫、脱氧, 炼铁、 炼钢、钢、铝的冶炼
常见金属材料	熟悉铜铁、铝及铝合金、镁及镁合 金、钛及钛合金、铜及铜合金的分 奥、特性及主要应用范围	奥氏体、铁素体、渗碳体、马氏 体、铝合金、镁合金、钛合金、铜 合金
新型合金材料	了解储氧合金、形状记忆合金、超 耐热合金、超低温合金、超塑性合 金、减振合金、硬质合金的特性及 应用	储氮合金、形妆记忆合金、超耐热 合金、超低混合金、超塑性合金、减 振合金、硬质合金



导入案例

由于Ti Ni合金具有神奇的形状记忆性能、故被称为"金属中的魔术师",在许多工业和民用部门发挥着重要的作用。在工业生产中、不同材料管道的连接是非常普遍的,但连接较困难。若用记忆合金管连接接头(见图 5 1)、问题即可解决。只要把常温下轻松连接的记忆合金连接件放入热水里、过一会再取出来、就会发现两根管于已经紧紧地连接在一起了。在抗压实验中发现,先被击破的层被连接的铜管、形状记忆合金测定好无规。在汽车工业中,可以制造出"可复原"的汽车外壳、即使被撞扁、只要用80℃的热水一浇使可恢复原状。美国曾用 Ti Ni 记忆合金制成飞船的发射和接收天线。此天线被折叠后发射到月球上,可减少飞船的体积。而在月球上,由于吸收太阳的辐射而升温、又恢复成抛物面的形状。人们利用这种超弹性开发出手机天线、高级眼镜架(见图 5-2)等。在医学方面,也常应用记忆合金。如对脊椎骨弯曲的患者进行脊椎校直,可用形状记忆合金制成的器件固定在脊椎骨上、受热时周器件伸长,而使脊椎破校直。又如,可用 Ni - Ti 形状记忆合金制造人造牙和牙床。传统治疗血管狭窄的办法是开刀手水、若用形状记忆合金的腔内发架,只需开一个小口,用导管把支架植入血管即可、大大端少了减入的磁等



图 5-1 记忆合金紧固环



图 5-2 形状记忆合金眼镜架

5.1 金属材料概论

金属是人类最早认识和开发利用的材料之一、在自然界的分布也非常广泛、在人类已发现的 109 种元素中,金属元素大约占 80%。金属通常可分为黑色金属与有色金属两大类, 黑色金属包括铁、锰、铬及其合金,主要是铁碳合金(钢铁),常作为结构材料使用;有色金属通常指除钢铁之外的所有金属,常作为功能材料来使用。黑色金属和有色金属相铺相成,此同构成现代金属材料体系。

有色金属按其密度、价格、在地壳中的储量、分布情况及被人们发现和使用的早晚分为五大类;

- (1) 轻有色金属。一般指密度小于 4.5g·cm 的有色金属。包括铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡等。这类金属的共同特点是密度小、化学性质活泼。在自然界中多以氯化物、碳酸盐、硅酸盐等形式存在。
 - (2) 有色金属。 ·般指密度大于 4.5g · cm '的有色金属, 其中有铜、镍、铅、锌、

钻、锡、锑、汞、镉等、

- (3) 贵金属。一般指价格昂贵的金属,包括金、银和铂族元素(锇、铱、铂、钌、铑、钯)。由 F它们在地壳中的含量少,开采和提取比较困难,故价格比一般金属贵,因而得名贵金属。它们的特点是密度大(10.4~22.4g・cm ')、熔点高(1189~3273K)、化学性质稳定。
- (4) 准金属。一般指硼、硅、锗、硒、砷、碲等, 其物理化学性质介于金属与非金属 之间, 在元素周期表中处于金属向非金属过渡的位置。

(5) 稀有金属。通常是指在自然界中含量很少、分布稀散、发现较晚、难以从原料中提取成在工业上制备及应用较晚的金属,包括锂、铷、铯、铍、钨、钼、钽、稀上元素及人造超铀元素等。要注意、普通金属与稀有金属之间并没有明显的界限、大部分稀有金属在地壳中并不稀少、许多稀有金属比铜、镉、银、汞等普通金属还多。

5.2 金属单质结构

5.2.1 金属鍵

金属原子很容易失去其外层价电子而形成带正电荷的阳离子,金属正是依靠阳离子和自由电子之间的相互吸引而结合起来的,金属键没有方向性,改变阴离子间的相对位置不会破坏电子与阳离子间的结合力。因而金属具有良好的塑性;金属之间具有溶解(或固溶)能力,即金属阳离子被另一种金属阳离子取代时也不会破坏结合键。此外,金属的导电性、导热性以及金属晶体中原子的需集排列等电都是由金属键的特点所决定的。

5.2.2 金属的晶体结构

金属键由数目众多的s轨道组成、s轨道没有方向性,可以和任何方向的相邻原子的s轨道重叠,同时相邻原子的数目在空间因素允许的条件下并无严格限制。金属键也没有饱和性,金属离子应按最紧密的方式堆积,使各个s轨道得到最大程度的重叠,从而形成最为稳定的金属结构。

金属阳离子可以视为圆球,一个圆球周围最靠近的圆球数目称为配位数。大多数金属 单质采取的密堆积型式有:种,其中两种为最紧密堆积,另一种为次密堆积,如图 5-3 所示。

1. 立方最紧密堆积

第 ·层圆球的最紧密堆积方式只有 · 种,即每 · 个球都和相邻六个球相切。第二层球再堆上去时,为了保持最紧密的堆积,应放在第 · 层球的空隙上,但这只能用去空隙的 · 华, 因为 · 个球周围有六个空隙、只能有 · 行空隙被第 · 层球占用,将第 · 层球按在第 · 层球击用,为空隙上方,称为 ABC 堆积,以后的堆积则按 ABCABC… 重复 下 表,重复周期为 · 层。图 5 - 3 (a) 为这种堆积的侧面图。从 ABC 堆积中可以划出 立方面心品胞,如图 5 3 (b) 所示,故称这种堆积的



缩写为 ccp。

2. 六方最紧密堆积

3. 体心立方密堆积

除了 Al、A3 两种最紧密堆积以外,在金属晶体中还常出现体心立方密堆积,配位数为8~14,如图5-3(g)、(h)、(i)所示,与这种堆积方式相对应的晶胞为立方体心。这种次密堆积的空间利用率为68.02%,用符号 A2 表示,英文缩写为 bcp。

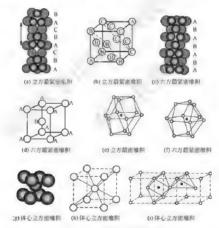


图 5-3 密堆积的三种典型型式

金属的晶体结构属于 Al 型的有 Ca、Sr、Al、Cu、Ag、Au 等。属于 A2 型的有 Li、Na、K、Rb、Cs、Ba 等。属于 A3 型的有 Be、Mg、Ca、Sc、Y、La、Ce、Zn、Cd 等。其中有的金属有两种不同的构型。

4. 其他结构

除以上三种典型型式外,少数金属单质还可采取其他型式的结构,图5 4 所示为一

些较复杂的最繁密堆积结构型式、分别是、···CAB···、重复周期为 4 层; ···ABCACB···、重复周期为 6 层; ···ABCBCACAB···、重复周期为 9 层; ···ACBCBACACBAB···、重复周期为 12 层。

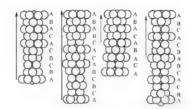


图 5-4 四种复杂密堆积型式

非最紧密堆积还有简单立方、简单六方、体心四方、金刚石型堆积等多种型式,如图 5-5 所示,表 5-1 将它们与三种典型型式进行了对比。

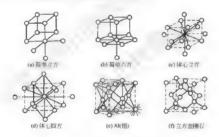


图 5-5 等径圆球堆积的几种型式

表 5-1 几种非最紧密堆积与三种典型堆积型式对比

堆积名称	结构型式记号	空间利用率(堆积系数)/(%)	配位数	实例
金刚石型堆积	A4	34. 01	4	Sn
简单立方堆积	_	52. 36	6	α - Po
简单六方堆积	_	60.04	8	_
体心四方堆积	A6	69. 81	10	Pa
体心立方堆积	A2	68. 02	8~14	K
立方最紧密堆积	Al	74. 05	12	Cu
六方最紧密堆积	A3	74. 05	12	Mg



5.3 金属的性质

5 3 1 全屋的物理性质

自由电子的存在和紧密堆积的结构使金属具有许多共同的性质,如良好的导电性、导 热性、延展性以及金属光泽等。

1. 金属光泽

许多金属在光的照射下能放出电子, 其中在短波辐射照射下能放出电子的现象称为光 电效应, 在加热到高温时能放出电子的现象称为热电现象。

2. 金属的异电性和异热性

根据金属键的概念,所有金属中都有自由电子。在外加电场作用时,自由电子有了一定的运动方向,形成电流,显示出金属的导电性,其与电解质水溶液和熔融盐的导电机理不同,当温度升高时,金属离子和金属原子的振动增加,自由电子的运动受阻碍程度增加,因此金属的导电性就降低。

金属的导热性也与自由电子的存在密切相关,当金属中有温度差时,运动的自由电子 不断与晶格结点上振动的金属离子相碰撞而交换能量,因此使金属具有较高的导热性。

大多数金属具有良好的导电性和导热性。常见金属导电、导热能力由大到小的顺序如下,

Ag, Cu. Au. Al. Zn. Pt. Sn. Fe. Pb. Hg

金属和其他类型固体的导电性有很大差别,常以电导率表示,见表5 2。

物质	键的类型	电导率(/Ω-1 • cm-1)
Ag	金属键	6.3×10°
Cu	金属键	6.0×10°
Na	金属键	2. 4×10 ⁵
Zn	金属键	1.7×10 ⁵
NaCl	离子键	10-7
金剛石	大分子共价键	10-14
石英	大分子共价键	10-10

表 5-2 各种固体的导电性

3. 金属的延展性

金属有延性,可以抽成细丝;金属又有展性,可以压成薄片。金属的延展性也可以从 金属的结构得到解释。当金属受到外力作用时,金属内原子层之间容易作相对位移,而金 属离子和自由电子仍保持着金属键的结合力,金属发生形变而不易断裂,因此金属具有良好的变形性。金属延展性的强弱顺序如下;

延性, Pt. Au. Ag. Al. Cu. Fe. Ni. Zn. Sn. Pb;

展性, Au, Ag, Al, Cu, Sn, Pt, Pb, Zn, Fe, Ni,

由于金属的良好延展性,作为材料使用的金属可以经受切削、锻压、弯曲、铸造等加 工。也有少数金属如锑、铋、锰等,性质较脆、没有延展性。

4. 金屬的密度

锂、钠、钾密度很小,其他金属密度较大。20℃时一些金属的密度(g·cm⁻')由大到小的顺序排列如下;

金	属	锹	铂	金	汞	铅	银	铜	镍	佚	傷	锌	组	镁	鈣	钠	魻	钾
密	应	22, 57	21. 45	19. 32	13. 6	11.35	10.5	8. 96	8. 9	7.87	7:3	7. 13	2.7	1.74	1.55	0.97	0.86	0.53

5. 金属的硬度

金属的硬度一般都较大,但不同金属间有很大差别。有的坚硬,如钢、铬、钨等;有的很软,如钠、钾等,可用小刀切割。现以金刚石的硬度作为10,将一些金属按相对硬度比较,由大到小的顺序排列如下;

金属	镕	钨	鍊	倒	铁	铜	铝	·銀	、锌	金	镁	锡	钙	衔	鲆	钠
硬度	9	7.	5	14. 3	4~5	3	2. 9	7.2	2.5	2.5	2. 1	1.8	1.5	1.5	0.5	0.4

6. 金属的熔点

不同金属的熔点差别很大,最难熔的是%,最易熔的是汞、铯和镓。汞在常温下是液体,铯和镓在手上就能熔化。一些金属的熔点见表5-3。

				表	5-3 -	一些金属的	的熔点				.C
金属	钨	铼	铂	钛	铁	镍	彼	餇	金	银	钙
熔点	3410	3080	1772	1668	1535	1453	1278	1083	1064	962	839
金属	们	镁	钟	智	锡	钠	钾	镓	铯	水	
熔点	660	649	420	327	232	98	64	30	28	-39	

7. 金属的内聚力

内聚力指物质内部质点间的相互作用力、对金属来说是指金属键的强度、即自由电子间的引力。金属的内聚力可以用它的升华热来衡量。升华热是指 1 mol 金属用结晶态转变为自由原子 $(M_{hib}*M_{Tik})$ 所需的能量,也是拆散金属品格所需的能量。金属键越强、内



聚力越大,升华热就越高。一些金属在25℃时的升华热见表5 4。

表 5-4 25℃ 时一些金属的升华热

金属	升华热/(kJ・mol ⁻¹)	熔点/K	沸点/K
Li	161	454	1620
Na	108	371	1156
К	90	337	1047
Rb	82	312	961
Cs	78	302	951
Be	326	1551	3243
Mg	149	922 , / \	1363
Ca	177	1112.	1757
Sr	164	` 1042	1657
Ba	178	N.A 998	1913
В	565 ~.	2573	2823
Al	324 、 、 \	933	2740
Ga	272 \ \ '	303.	2676
Sc	-1,7326,	1815	3105
Ti	473	1\(\cdot\) 1941	3560
V	1 515	2173	3653
Cr q r Yr	397 ₺	2148	2945
Mn \	281	1518	2235
Fe	416	1808	3023
Со	425	1768	3143
Ni	430	1726	3005
Cu	340	1356	2840
Zn	131	693	1180

高、硬度大、耐腐蚀、耐高温等特性,可用在制造超音速飞机和导弹上。钛对海水有特别 强的耐蚀能力,因此用于航海造船工业等。

由于金属材料具有上述特性、使金属类元素在材料工业中具有非常重要的地位。除了上面所说的过渡金属多数可作为结构材料使用外、像镁、铝等轻金属也广泛地用作结构材料、 尤其在航空领域具有非常重要的特殊地位。金、银、铜、铜等有色金属广泛用作导体材料。 铝由于密度小、导电性能较好、价格便宜等也大量用作导体材料。而过渡金属由于其 d 轨道 具有未成对的弧电子。因而其金属或氧化物也作为磁性材料使用。其他如钽、钨、铌、镓、 锭等金属或其合金,常作为功能材料使用。在电子厂业领域具有非常重要的地位。

5.3.2 金属的化学性质

金属最主要的化学性质是易失去最外层的电子变成金属阳离子,因而表现出较强的还原件。各种金属原子失去电子的难易不同,因此金属还原性的强弱也不同。在水溶液中金属失去电子的能力可用标准电极电势来衡量,按标准电极电势数值由负到正排成金属活动顺序,并将在材料工业中具有重要地位的几种金属的化学性质均纳在表5-5中。

金属活动顺序	Mg Al Mn Zn Fe Ni Sn Pl	Н	Cu Hg	Ag Pt Au	
失去电子能力	在溶液中失去电子的	能力化	长次减小,还原性减弱		
在空气中与氧的反应	常温时氧化	-	加热时氧化	不被氧化	
和水的反应	加热时取代水中氢	· -	不能从水中取代出氢		
和酸的反应	能取代稀酸(盐酸、硫酸)中氢		能与硝酸及 浓硫酸反应	难与硝酸及 浓硫酸反应, 可与王水反应	
和碱的反应、。	仅铝、锌等	两性金	属与碱反应		
和盐的反应	前面的金属可以从	前面的金属可以从盐中取代后面的金属离子			

表 5-5 金属的主要化学性质

1. 金属的氧化反应

金属与氧气等非金属反应的难易程度,和金属活动顺序大致相同。位于金属活动顺序 表前面的金属很容易失去电子,常温下就能被氧化或自燃;位于金属活动顺序表后面的金 属则很难失去电子。金属与氧的反应情况和金属表面生成的氧化膜的性质也有很大的关 系、有些金属如铝、铬形成的氧化物结构致密,它紧密覆盖在金属表面、防止金属继续氧 化。这种氧化物的保护作用称为钝化,所以常将铁等金属表面镀铬、渗铝、起到美观且防 除的效果。在空气中蛛表而生成的氧化物、结构体粉、因此铁在空气中易被解他。

2. 金属与水、酸的反应

金属与水、酸反应的情况如下;①与反应物的本性有关,即与金属的活泼性、酸的性质有关;②与生成物的性质有关;③与反应温度、酸的浓度有关。

常温下纯水中氢离子的浓度为 10 mol·L l, 其 ø_{111 11}, 0.41V. 因此电极电势 ø⁴⁰< 0.41V 的金属都可能与水反应。性质活泼的金属。如钠、钾。在常温下就与水激烈



地反应, 钙的作用比较缓和, 铁则需在炽热的状态下与水蒸气发生反应, 有此金属如镁等, 与水反应后生成的氢氧化物不溶于水、覆盖在金属表面, 在常温下反应难于继续进行, 因此镁只能与沸水起反应。

一般 \$" 为负值的金属都可以与非氧化性酸反应放出氢气。但有的金属由于表面形成了很 致密的氧化膜而钝化、如铅与硫酸作用生成 PbSO, 覆盖在铅表面、因而难溶于硫酸。\$" 为正值 的金属一般不容易被酸中的氢离子氧化、只能被氧化性的酸氧化、或在氧化剂存在下与非氧化 性酸作用。有的金属如铅、铬、铁等在浓 HNO)、浓 H-SO, 中由于钝化而不发生作用。

3. 金属与碱的反应

金属除了少数显两性以外,一般都不与碱起作用,锌、铝与强碱反应,生成氢和锌酸 盐或铝酸盐,反应如下:

> $Z_n+2N_aOH+2H_2O=N_a_2[Z_n(OH)_+]+H_2^{\dagger}$ $2AI+2N_aOH+6H_2O=2N_a[AI(OH)_+]+3H_2^{\dagger}$

此外,镀、镓、铟、锡等也能与强碱反应。活泼性强的金属还可以将活泼性弱的金属 从其盐溶液中置换出来。在金属参加的化学反应中,都是金属原子失去电子,被氧化,是 还原剂;非金属原子、氢离子或较不活泼的金属阳离子得电子,被还原。

5.4 合金的结构

合金是指由两种或两种以上的金属元素(或金属元素与非金属元素)组成的具有金属性质的物质。例如,工业上广泛应用的碳素制和铸铁主要是由铁和碳组成的合金,黄铜是由铜和锌组成的合金。硬铝是由铝、铜、镁组成的合金。与组成它的纯金属相比。合金不仅具有较高的力学性能和某些特殊的物理、化学性能、而且价格低廉。此外、通过调节其组成的比例,可获得一系列性能不同的合金。以满足不同使用8要求,因此研究合金具有重要的生产室际意义。

组成合金最基本的、独立的单元称为组元,组元可以是元素或稳定的化合物。由两个组元组成的合金称为二元合金;由三个组元组成的合金称为三元合金;由三个以上组元组成的合金称为多元合金。

合金中晶体结构和化学成分相同,与其他部分有明显分界的均匀区域称为相。只由一种相组成的合金称为单相合金;由两种或两种以上相组成的合金称为多相合金。用金相规察方法,在金属及合金内部看到的组成相的大小、方向、形状、分布及相同结合状态称为组织。合金的性能取决于它的组织,而组织的性能又取决于其组成相的性质。要了解合金的组织和性能,首先必须研究固态合金的相结构。按合金的结构和相图等特点,合金的结构—般可分为金属固溶体和金属化合物两大类。

5.4.1 金属固溶体

合金在固态下由不同组尤相互溶解而形成的相称为固溶体,即在某一组元的晶格中包 含其他组元的原子,前一组元称为溶剂,其他组元称为溶质。根据溶质原子在溶剂晶格中 占据的位置不同,可将固溶体分为置换固溶体、间隙固溶体和缺位固溶体:种。

1. 置换固溶体

由溶质原子代替 -部分溶剂原子而占据溶剂晶格中某些结点位置形成的固溶体、称为置换固溶体、如图 5 6(b)所示。形成置换固溶体时、溶质原子在溶剂晶格中的最高含量(溶解度)主要取决于晶格类型、原子直径差及它们在元素周期表中的位置。晶格类型相同、原子直径差越小。在元素周期表中的位置越靠近、则溶解度越大、甚至可以任何比例溶解面形成无限固溶体。反之、若不能满足上述条件、则溶质在溶剂中的溶解度是有限的。这种固溶体称为有限固溶体。

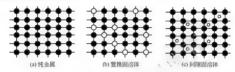


图 5-6 纯金属与金属固溶体结构比较

2. 间隙固溶体

直径很小的非金属元素的原子溶入溶剂晶格结点的空隙处、就形成了间隙固溶体、如图5-6(c)所示。能否形成间隙固溶体、主要取决于溶质原子和溶剂原子的尺寸。研究表明、只有当溶质元素与溶剂元素的原子直径的比值小于0.59时、间隙固溶体才有可能形成。此外、形成间隙固溶体还与溶剂金属的性质及溶剂晶格间隙的大小和形状有关。

在固溶体中,溶质原子的溶入导致晶格畸变(图5-7)。溶质原子与溶剂原子的直径差越大,溶入的溶质原子越多,则品格畸变就越严重。品格畸变使品体变形的抗力增大,材料的强度、硬度提高,这种现象称为固溶强化。

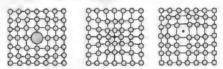


图 5-7 晶格畸变的三种类型

3. 缺位固溶体

指由被溶元素溶于金属化合物中而生成的固溶体、如 Sb 溶于 NiSb 中得到的固溶体、 溶人元素 Sb 占据着晶格的正常位置、但另一元素(Ni)应占的某些位置是空着的。

5.4.2 金属化合物

两组元组成的合金中,在形成有限固溶体的情况下,如果溶质含量超过其溶解度时,将会出现新相,若新相的晶体结构不同于任一组元,则新相是组元间形成的化合物,称为金属化合物或金属间化合物,多数是金属与金属(或金属与非金属)元素之间形成的化合



物。金属化合物中有金属键参与作用,因而具有一定的金属性质。常见的金属化合物有正常价化合物。电子化合物和间隙化合物。

1. 正常价化合物

正常价化合物是由元素周期表中位置相距甚远、电化学性质相差很大的两种元素形成的。这类化合物的特征是严格遵守化合价规律,可用化学式表示、如 Mg.Si、Mg.Sn 等。 正常价化合物具有高的硬度和酸性、能弥散分布于固溶基体中,可对金属起到强化作用。

2. 电子化合物

电子化合物是由周期表中第 \parallel 族或过渡元素与第 \parallel ~ \parallel 族元素形成的金属化合物、它们不遵守化合价规律、服从电子浓度(价电子数与原子数的比值)规律。电子浓度不同、所形成金属化合物的晶体结构也不同。电子化合物以金属键相结合、熔点一般较高、硬度高、 酸性大。是有鱼金属中的重要强化机

3. 间隙化合物

回瞭化合物是由过渡元素与硼、碳、氮、氮等原子直径较小的非金属元素形成的化合物。若非金属原子与金属原子半径之比小于 0.59、则形成具有简单晶体结构的间隙相, 若 非金属原子与金属原子半径之比大于 0.59、则形成具有复杂结构的间隙化合物。

间隙相与间隙固溶体不同。后者保持金属的晶格。而前者的晶格则不同于组成它的任何。个组元的晶格。此外。尽管间隙相和间隙固溶体中直径小的原子均位于晶格的间隙处,但在间隙相中。直径小的原子呈现有规律的分布。而在间隙固溶体中、直径小的原子(溶质原子)则是随机分布于晶格的间隙位置。间隙化合物和间隙相都有高的熔点和硬度。但即性较低。它们是硬质合金、合金上具银中的重要组成相。

总之,使用不同的原料、改变原料的用量比例、控制合金的结晶条件,就可以制得具有 各种特性的合金、现代的机器制造、飞机制造、化学工业、原予能工业的成绩,尤其是导弹、火箭、人造卫星、宇宙飞船的制造成功,都与各种优良性能的合金有非常密切的关系。

5.5 金属材料的制备

治炼是金属材料制备的第一道工序也是最重要的一道工序。治金学是一门研究如何经济地从矿物或原料中提取金属或金属化合物,并用各种加工方法制成具有一定性能的金属材料的科学。

冶金的分类方法很多。根据过程性质可分为物理冶金和化学冶金。物理冶金是指通过成形加工的方法制备有一定性能的金属或合金材料,研究其组成、结构的内在联系,涉及金属学、粉末冶金、金属铸造和压力加工等。化学冶金是指从矿物中提取金属或金属化合物的整个生产过程中伴随着化学反应,故称为化学冶金。

根据冶金 Г 艺过程不同可分为火法冶金、湿法冶金和电冶金。火法冶金是指在高温 下 矿石经过熔炼和精炼反应 和熔化作业,使其中的金属和杂质分开、获得较纯的金属的过程。大致流程是;采矿→选矿→熔炼→精炼。湿法冶金是在常温或低于100℃ 下、用溶剂处理矿石、使所要提取的金属溶解在溶液里、而其他杂质不溶解,然后将金属从溶液里提

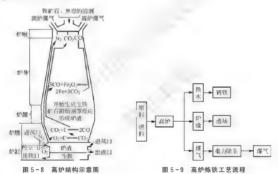
出和分离的过程。绝大部分溶液是水溶液,所以又称为水法冶金。电冶金是利用电能提取 和精炼金属的方法。按电能的类型分为电热冶金和电化学冶金。前者是利用电能转变为热 能,在高温下提炼金属的方法,过程大致与火法冶金相同。后者利用电化学反应使金属从 金属的盐类水溶液或熔体中析出,如铜的电解精炼和电解铅等都属于此类方法。

5.5.1 钢铁的冶炼

钢铁工业是一个国家一切工业的基础,它的产量是一个国家工业水平和生产能力的主要标志。钢铁之所以是应用最多的金属材料,主要原因是;铁在自然界的储量大,仅次于铅;冶炼加工容易,成本低;其具有良好的物理、力学和工艺性能;可以利用钢铁制作性能更好的合金。

1. 炼铁

炼铁的主要过程是将铁矿石在高炉(见图 5-8)里通过复杂的物理、化学反应生成金属铁的过程,如图 5-9 所示。



1) 原料

铁矿石的种类繁多,在自然界里存在300多种含铁矿物。目前在炼铁行业应用最广泛的铁矿石主要存,磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。它们分类的组成和性能见表5 6。

de a minimum de la company de							
矿石类别	代表性的化学式	含铁量/(%)	颜色	性能	还原性		
磁铁矿	Fe ₃ O ₄	72. 4	黑色或灰色	坚硬致密	难		
菱铁矿	FeCO ₃	48. 2	灰色带黄褐色	易破碎	焙烧后易还原		
褐铁矿	Fe ₂ O ₅ • 3H ₂ O	60	黄褐色	疏松	易		
赤铁矿	Fe ₂ O ₃	70	红色至浅灰色	软易破碎	易		

表 5-6 常用的铁矿石分类。组成与性能



2) 反应

高炉炼铁的过程非常复杂,其大致的过程是(见图 5 8);将矿石、焦炭、助溶剂等按 一定比例组成炉料,从高炉顶部加入,并从上到下进行一系列复杂的过程。焦炭的作用是 产生还原气体、使熔融的铁增碳和产生反应需要的热量。助溶剂的作用是去除矿石里的杂质元素使之产生渣与铁水分离。从炉底部吹入 800~1000℃的热空气。

焦炭在炉的底部燃烧生成 CO2, 并与 C 进行反应生成 CO。反应式为

$$C+O_2 \longrightarrow CO_2$$

 $CO_2+C \longrightarrow 2CO$

焦炭产生的 CO 气体与下落被加热的炉料相遇产生如下反应:

$$3Fe_2O_3 + CO \longrightarrow 2Fe_3O_4 + CO_2$$

 $Fe_3O_4 + CO \longrightarrow 3FeO + CO_2$
 $FeO + CO \longrightarrow Fe + CO_2$

在这里、CO的还原称为间接还原、在 500~1000 C进行、当处于高温的炉体部分时、产生焦炭的直接还原。但是由于焦炭是固体、发生还原反应时与氧化铁表面接触的面积不如气体 CO 大,所以炼铁中的主要反应依然是 CO 还原反应。

另外还包括相应的造渣过程,反应如下:

$$C_aCO_3$$
. $\longrightarrow C_a()+CO_2$
 $C_a()+SiO_3 \longrightarrow C_aSiO_4$
 $3C_aO+Al_2O_3 \longrightarrow C_{a_3}(AlO_3)_2$

2. 炼钢

炼钢根据丁艺流程可以分为三类.

- (1) 间接炼钢法,是先将矿石还原熔化成生铁、然后再将生铁装入炼钢炉得到钢的方法。其由高炉炼铁和转炉炼钢两步构成。优点是正艺成熟、生产效率高、成本低、是现代炼钢大规模采用的方法。
- (2) 熔鹼还原法:是在铁矿石高温熔鹼状态下用碳把铁氧化物还原成金属铁的非高炉炼铁方法。其产品为液态生铁、可用传统转炉精炼成为钢。其为全粉末流程、用非焦爆取代品贵的焦炭、故工艺简单、是一个非高炉炼铁的较好的技术方法。
- (3)直接炼钢法;是由铁矿石。步冶炼得到钢的方法。此法不用高炉和昂贵的焦炭、 而是将矿石放入直接还原的电炉中,用气体或固体还原剂还原出含碳量比较低的、含有杂 质的半熔酸状态的海绵铁,从而形成直接还原 电炉串联生产钢的方法。其特点是1序少、 避免了反复氧化还原过程,但是铁凹收率低、要求使用高品位的矿石、能耗高。因此该法 未大规模使用,只在某些地区作为典型钢铁的生产的补充方法。

此外,據铜根据所使用的炉子不同,可以分为平炉炼钢、转炉炼钢和电炉炼钢 : 种。 平炉是历史悠久的一种炼钢方法。转炉炼钢现在使用得最广。电炉炼钢炼制的钢材质量高。

1) 原料

炼钢用的原料可分为金属和非金属两类。金属料主要有铁水、废钢和铁合金等, 非金属材料主要是造渣材料、氧化剂、冷却剂和增碳剂等。

铁水是氧气转炉的必备材料,占金属材料的70%~100%。铁水的成分和温度是否适当

和稳定,对简化和稳定转炉操作十分重要。铁水应控制其含 Si、Mn、S、P等量,应努力保证进入转炉的铁水温度大于 1200℃,并保持稳定,有利于炉子热行,迅速成渣、减少贮溅。

废钢是电弧炉炼钢的基本原料。用量达到70%~90%。对于废钢矿石法的平价,其也是主要金属材料。而其对氧气转炉,既是金属料也是冷却剂。

供合金在炼铜中主要起到脱氧和合金化元素的作用,主要有 Fe Mn、Fe Si、Fe Cr 及复合脱氧剂,如硅锰合金、硅锰铝合金等。造造材料主要目的是去除铜中多余的杂质元素,主要有石灰、萤石、白云石及合成造造材料等。氧化剂主要作用是在炼铜过程中除去过多的 C,主要有氧气、铁矿石和氧化铁皮等。冷却剂主要作用是使钢快速冷却,使明的有废钢、富铁矿和石灰石等。还原剂和增碳剂主要有石墨电极、焦炭、电石、硅铁。硅钙和铅等。

2) 反应

炼钢的基本任务如下:

(1) 脱碳。由于从高炉出来的生铁,含碳量高于 1.3%,要达到钢的成分必须脱去多余的碳元素。钢中随着碳含量的增加,其硬度、强度和脆性增加,而延展性降低。脱碳的反应为

$$C+O_2 \longrightarrow C()_2$$

去除杂质主要包括以下内容。

- (2) 脱磷。磷基制中的有害杂质,会引起冷脆性,要严格加以控制。脱磷的反应式为 4P+5O。→→2P。O。
- (3) 脱硫。硫与磷一样都是钠中的有害杂质,会引起热脆性,要严格加以控制。脱硫 的反应式为

(4) 脱氧。由于在氧化精炼中,向熔池输入了大量的氧及氧化杂质、导致钢液中融入 大量的氧,将大大影响钢的质量,因此必须降低钢中的含氧量。一般做法是往钢里加入与 氧更有亲和力的 Al、Si 和 Mn 等元素。其原理为

$$C+FeO \longrightarrow Fe+CO$$

 $Si+2FeO \longrightarrow 2Fe+SiO_2$
 $Mn+FeO \longrightarrow Fe+MnO$
 $2Al+3FeO \longrightarrow 3Fe+Al_2O_3$

(1) 去除气体和非金属夹杂。钢中主要溶解的气体是氦和氢。非金属夹杂物包括氧化物、硫化物、磷化物、氮化物已经它们形成的复杂化合物。主要依靠CO引起熔池的沸腾来降低气体含量。非金属夹杂物可以通过以下反应去除;

$$2SO_2 + 2CaO + O_2 \longrightarrow 2CaSO_4$$

$$P_2O_5 + 3CaO \longrightarrow Ca_3 (PO_4)_2$$

$$SiO_2 + CaO \longrightarrow CaSiO_4$$

$$SiO_2 + MnO \longrightarrow MnSiO_3$$

5.5.2 有色金属的冶炼

现代冶金1.业通常把金属分为黑色金属和有色金属,其中铁、铬、锰三种金属称为黑 色金属,其余各种金属如铝、镁、钛、铜、铅、锌、钨、钼、稀上、金、银等,都称为有



色金属。下面简单介绍生产中常用的金属铜和铝的冶炼。

1. 铜的冶炼

目前自然界中含铜矿物有 240 多种、常见的有 30~40 种、而具有 L业开采价值的铜矿仪 10 余种。铜矿物可分为自然铜、硫化矿和氧化矿一种类型、自然铜在自然界中很少、主要是硫化矿和氧化矿。特别是硫化矿分布量广、是当今炼铜的主要原料。目前 L业开采的铜矿石最低品位为 0.4%~0.5%。开采出来的低品位矿石、经过选矿富集、使铜的品位提高到 10%~30%。表 5-7 列出了硫化铜和氧化铜的相关性质。

类别	矿物名称	化学分子式	含铜量/(%)	颜色
	辉铜矿	Cu ₂ S	79.8	灰黑色
	铜蓝	CuS	66.7	红蓝色
wite FF, best	黄铜矿	CuFeS₂	134 6	黄色
硫化铜 斑铜矿 硫砷铜矿 黝铜矿	Cu, FeS,	63.5	红蓝色	
	硫砷铜矿	Cu ₃ AsS ₁	19.0	灰黑色
	點有可可	(Cu. Fe)29 Sb4 St3	25. 0	灰黑色
	赤铜矿	Cu ₂ O ₁	88. 8	红色
	照铜矿	, (CuO)	79.9	灰黑色
氧化铜	孔雀石	CuCO _x < Cu(OH) _z	57.5	亮绿色
	蓝铜矿	2CuCO ₂ · Cu(OH) ₂	. 5 68. 2	亮蓝色
	硅孔雀石 、	· CuSiO ₁ • 2H ₂ O	36.2	蓝绿色
	胆矾	CuSO + 5H-O	25.5	蓝色

表 5-7 硫化铜和氧化铜的相关性质

铜的生产方法或冶金工艺概括起来有火法和湿法两大类。

火法炼制是当今生产制的主要方法,世界上80%左右的制是用火法炼制方法生产的。图 5-10 所示为火法炼制的流程图。

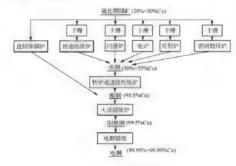


图 5-10 火法炼铜的流程

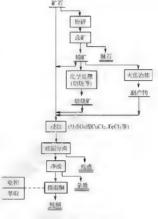
湿法炼铜是在常压或高压下、用溶剂浸出矿石或熔烧矿中的铜、经净液使铜与杂质分离,而后用电积或置换等方法、将溶液中的铜提取出来。对氧化矿、大多数工厂用溶剂直接浸出;对硫化矿、一般先经熔烧然后浸出熔烧矿。湿法练铜游程如图5-11所示。

2. 铝的冶炼

铝工业有三个主要生产环节,从铝土 矿提取氧化铝——氧化铝生产,用冰品石-氧化铝融盐电解法生产金屑铝——铝电解; 铝加工。图 5-12 所示为铝生产流程。

铝土矿按其含有的氧化铝水合物的类型。可分为三水铝石型铝土矿、一水软铝石型铝土矿、一水硬铝石型铝土矿和混合型铝土矿,其主要化学成分有 Al₂O₃、SiO₂、Fe₂O₃、TiO₂、少量的CaO、MgO、硫化物及微量的镓、钒、磷、磷等元素的化合物。氧化铝生产方法有碱法、酸法、酸碱联合法、热法等。

(1) 碱法。碱法生产氧化铝, 就是用



√ 图 5 - 11 湿法炼铜的流程

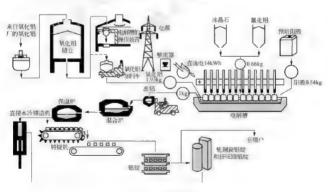


图 5-12 铝生产流程

碱(NaOH 或 Na CO,)处理铝上矿、使矿石中的氧化铝水合物和碱反应生成铝酸钠溶液。 铝土矿中的铁、钛等杂质和绝大部分的。氧化硅则成为不溶性的化合物进入固体或渣中, 这种残渣被称为亦泥。铝酸钠溶液与赤泥分离后、经净化处理、分解析出 Al(OH),,将 Al(OH) 与碱液分离并经过洗涤和焙烧后,即获得产品氧化铝。目前工业上几乎全部采 用碱法件产氧化铝。

(2) 酸法。酸法生产氧化铝就是用硫酸、盐酸、硝酸等无机酸处理铝矿石,得到含铝 盐溶液,然后用碱中和这些盐溶液,使铝生成氢氧化铝析出,焙烧氢氧化铝或各种铝盐的 水合物晶体,便得到氧化铝。

用酸法处理铅矿石时,存在于矿石中的铁、钛、钒、铬等杂质与酸作用进入溶液中,这不但引起酸的消耗,而且它们与铅盐分离比较困难。氧化硅绝大部分成为不溶物进入残 途与魁盐分离,但有少量成为硅胶进入溶液、所以铝盐溶液还需要脱硅,而且需要昂贵的射酸设备。用酸法处理分布很广的高硅低铅矿(如黏土、高岭上、煤矸石和煤灰)在原则上是合理的,存铝十矿资源缺乏的情况下可以采用此法。

- (3) 酸碱联合法。酸碱联合法是先用酸法从高硅铝矿石中制取含铁、钛等杂质的不纯 氢氧化铝,然后再用碱法处理。这一流程的实质是用酸法除硅、碱法除铁。
- (1) 热法。热法适合于处理高硅高铁的铝矿,其实质是在电炉中熔炼铝矿石和碳的混合物,使矿石中的氧化铁、氧化硅、氧化钛等杂质还原、形成硅合金,而氧化铝则呈熔融状态的炉流而上浮,由于密度不同而分离、所得氧化铝流再用碱法处理从中提取氧化铝。

现代铝工业生产,主要采取冰晶石-氧化铝融盐电解法。直流电流通入电解槽,在阴极和阴极上起电化学反应。电解产物、阴极上是铝液、阴极上是CO和CO。气体、铝液用真空抽出、经过净化和澄清之后、浇铸成商品铝锭、其含铝质量达到99.5%~99.8%。阴极气体中还含有少量有害的氟化物和沥青烟气,经过净化之后,废气排入大气,收回的氟化物则返同电解槽。图3-13 所示为是铝电解生产流程图。炼铝的原料是氧化铝、氧化铝、种白色粉末、熔点为2050℃、密度为3.5~3.68g/cm、工业氧化铝中通常含氧化铝达99%左右。



I108

5.6 常见金属材料

5.6.1 钢铁

钢铁材料是指所有的铁碳合金,又称黑色金属材料,包括碳钢、合金钢及铸铁。钢铁 材料是下程中最重要的金属材料,其下程性能好。成本低、应用广泛

- 1. 铟的分类
- 1) 按化学成分分类

按化学成分不同,可将钢材分为碳素钢和合金钢两大类。碳素钢按含碳量不同,可分为低碳钢(含碳量<0.25%)、中碳钢(含碳量 $0.25\% \sim 0.60\%$)和高碳钢(含碳量 0.60%):类。合金钢按合金元素的含量可分为低合金钢(合金元素总量<5%)、中合金钢(合金元素总量为 $5\% \sim 10\%$)和高合金钢(合金元素总量>10%)三类。合金钢按合金元素的种类可分为锰钢、铬钢、硼钢、铬镍钢、链锰钢等。

2) 按冶金质量分类

按例中所含有害杂质硫、磷的多少、可分为普通钢(含硫量 \leq 0.055%,含磷量 \leq 0.045%)、优质钢(含硫量 \leq 0.030%,含磷量 \leq 0.045%)三卷。

根据治炼时脱氧程度,又可将钢分为沸腾钢(脱氧不完全)、镇静钢(脱氧较完全)和半链静钢三举。

3) 按用涂分类

按钢的用涂分类,可分为结构钢, 工具钢, 特殊钢三大类。

结构钢叉分为工程构件用钢和机器零件用钢两部分。工程构件用钢包括建筑工程用 钢、桥梁工程用钢、船舶工程用钢、车辆工程用钢。机器零件用钢包括调质钢、弹簧 钢、滚动轴承钢、渗碳和渗氮钢、耐磨钢等。这类钢一般属于低、中碳钢和低、中合 金钢。

工具钢分为刃具钢、量具钢、模具钢, 整具钢, 主要用于制造各种刃具、模具和量具, 这类钢 一般属于高碳、高合金钢。特殊性能钢分为不锈钢、耐热钢等, 这类钢 主要用于各种特殊要求的场合, 如化学工业用的不锈耐酸钢、核电站用的耐热钢等。

4) 按金相组织分类

按钢退火态的金相组织,可分为亚共析钢、共析钢、过共析钢三种。

按钢工火态的金相组织、可分为珠光体钢、贝氏体钢、马氏体钢、奥氏体钢四种。

在对例的产品命名时,往往把成分、质量和用途几种分类方法结合起来,如除碳素结构钢、优质碳素结构钢、碳素工具钢、高级优质碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、高速工具钢等。

2. 钢的牌号

为了方便管理和使用、每·种钢都需要有简明的编号。世界各国钢的编号方法不· 样,但编号原则主要是:根据编号可大致看出钢的成分或用途。



我国的钢材编号是采用国际化学元素符号和汉语拼音字母并用的原则、即钢号中的化学元素采用国际化学元素符号表示,如Si、Mn、Cr、W等,稀土元素用"RE"表示。具体的编号方法如下所述。

1) 普通碳素结构钢与低合金高强度结构钢

普通碳素结构铜的牌号以"Q+数字+字母-字母"表示,其中"Q"字是钢材的屈服强度"屈"字的汉语拼音字首、紧跟后面的分别是屈服强度值、质量等级符号和脱氧方法。例如、Q235AF表示屈服强度值为235MPa的A级沸腾铜。又如2008北京奥运会建成的标志性建筑"乌巢",以钢结构最大跨度达到343m而创造世界钢结构之最,共最终采用我国自主研究生产的Q460钢材、"160"代表钢材受力强度达到160MPa时才会发生塑性变形。"Q460"建筑用钢是我国科研人员经过三次技术攻关研制出来的。它不仅在钢材厚度和使用范围方面是前所未有的。而且具有良好的抗震性、抗低温性、可焊性等特点。

牌号中规定了A、B、C、D四种质量等级,A级质量最差,D级质量最好。

按脱氧方法,沸腾钢在钢号后加"F",半镇静钢在钢号后加"b",镇静钢则不加任何字母。

普通低合金高强度结构钢的牌号与普通碳素结构钢的表示方法相同、屈服强度一般在300MPa以上。普通低合金高强度结构钢质量等级分为 A、B、C、D、E 五种、如 Q345C、Q345D。

2) 优质碳素结构钢与合金结构钢

优质碳素结构钢与合金结构钢编号的方法是相同的。都是以"两位数字+元素+数字+…"的方法表示。钢号的前两位数字表示平均含碳量的万分之几、沸腾钢、半镇静钢以及专门用途的优质碳素结构钢、应在钢号后特别标出。合金元素以化学元素符号表示、合金元素后面的数字则表示该元素的含量、一般以百分之几表示。凡合金元素的下台含量小于 1.5%, $\geq 2.5\%$ 。 $\geq 3.5\%$,……时,则相应地在元素符号后面标以 2.3,4 ……。如为高级优质钢,则在其钢号后加"高"或"A"。钢中的 V、Ti、Al、B、RE等合金元素,虽然它们的含量很低,但在钢中能起相当重要的作用,故仍应在钢号中标出。例如,45钢表示平均含碳量为 0.15% 的优质碳素结构钢,20CFMnTi 表示平均含碳量为 0.15% 的优质低,并含有微量 Ti 的合金结构钢,60Si2Mn 表示平均含碳量为 0.15% ,100分。110分分。110分分,110分,110分

3) 碳素工具钢

碳素 L L I I L I 的 I I N P I N

4) 合金工具钢与特殊性能钢

合金 1. 具铜的牌号以"一位数字(或没有数字);元素;数字;…"表示。其编号方法 与合金结构钢大体相同,区别在于含碳量的表示方法,当含碳量≥1.0%时,则不予标出。 如平均含碳量<1.0%,则在钢号前以千分之几表示它的平均含碳量、如9CrSi 钢、平均含碳量为0.90%,主要合金元素为铬、硅、含量都小F1.3%。而对于含铬量低的钢、其含铬量以下分之几表示,并在数字前加"0",以示区别。如平均含Cr为0.6%的低铬厂具钢的钢号为"Cr06"。

在高速钢的钢号中,一般不标出含碳量,只标出合金元素含量平均值的百分之几。 特殊性能钢的牌号和合金工具钢的表示方法相同。

5) 专用钢

这类钢是指用于专门用途的钢种。以其用途名称的汉语拼音第一个字母表明该钢的类型,以数字表明其含碳量,化学元素符号表明钢中含有的合金元素,其后的数字标明合金元素的大致含量。

例如、滚珠轴承钢在编号前标以"G"字、其后为"铬(Cr)+数字"、数字表示铬含量为平均值的千分之几、如"滚铬15"(GCr15)。这里应注意牌号中铭元素后面的数字是表示含铬量为1.5%,其他元素仍按百分之几表示。又如易切钢前标以"Y"字、Y40Mn表示含碳量约0.4%,含锰量小于1.5%的易切钢。

3. 钢的结构

纯铁有 α、β、γ、δ 四种变体,四种变体的结构与转化温度的关系如图 5-6 所示。其中 α、β、δ 变体具有立方体心(A2 艰)结构、γ 变体具有立方面心(A1 艰)结构。770℃是 α-Fe 的居里点(即铁磁物质升温时、开始失去铁磁性的温度)。α-Fe 具铁磁性而其他变体均无铁磁性。Fe-C 体系的相图如图 5-11 所示、含碳量小于 0.02/约称为纯铁,大于 2.0%的称为生铁。0.02%~2.0%之间的称为铜。钢铁的性能随着它的化学成分和热处理 几岁而改变是由于内部结构变化所引起的、组成钢铁的物相除石墨外主要有下面四种含铁物相。

1) 奥氏体

奥氏体是碳在 y - Fec 品胞参数 a=356 pm)中的间隙固溶体。在 723℃ 时奥氏体中溶入 碳约 0.8%,相当 F Fe 原子和 C 原子数目之比约为 27:1,即平均 6-7 个立方面心晶胞中含有一个 C 原子,C 原子,C 原子尼序地分布在 Fe 原子所组成的八面体空隙中,如图 5-15 所示。

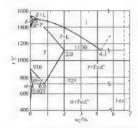


图 5-14 Fe-C体系相图(wc为C的质量分数)



图 5-15 奥沃体的结构



2) 铁素体

铁素体是碳在 α Fe(品胞参数 α =286.6pm)中的固溶体。由于 α Fe 结构中的孔隙很小,所以铁素体溶碳能力极低,在 723% 最高含碳量只有 0.02%,所以几乎就是纯的 α Fe,只是在品体的各种缺陷处境人极少量的碳。铁素体的性质和纯铁相似。

3) 渗碳体

滲礦体是铁和礦组成比为 3:1 的化合物、含礦量为 6.67% (质量分数),化学式为 Fe,C。滲礦体结构属正交晶系、晶胞参数,a=452pm、b=509pm、 $\iota=674pm$ 。每个晶胞中含 $12 \land Fe$ 原子和 $1 \land C$ 原子, C 原子处在 Fe 原子组成的八面体空隙中,其中每个八面体的各顶点都被两个八面体共用,从面将结构连成一个整体。其晶胞如图 5 16 所示(图中只示出一个八面体)。

4) 马氏体

钢骤冷至 150℃以下时,仍然不能冻结在奥氏体结构中,也不转化为铁素体和渗碳体的混合物,而变为质地很脆很硬的马氏体。马氏体的结构如图 5-17 所示,为四方结构。



图 5-16 渗碳体的结构



图 5-17 马氏体的结构

马氏体可看作是 α -Fe 中含碳量可达到 1.6%的过饱和固溶体。骤冷的钢或马氏体一般可经回火过程转化为由铁素体和渗碳体组成的机械性能很好的钢料。回火过程 · 般在 200~300℃进行。控制马氏体的回火过程可以控制形成铁素体和渗碳体的颗粒大小和组织等,从而控制钢的机械性能。这一原理是钢热处理过程的理论基础。

4. 钢的性能

由图 5-14 可见、窄温下铁素体和渗碳体是稳定的晶型、不同成分的钢铁冷却较慢时都可得到这两种晶型。奥氏体在高温时稳定、在钢中渗入锰、镍、铬等成分时、在骤冷过程中可将铜冻结在奥氏体结构中、奥氏体一般不具铁磁性。碳铜迅速冷却时最初得到的是过冷奥氏体、在 200-350 转变为马氏体、碳铜淬火 主要得到马氏体、马氏体是不稳定的晶型、在相图上显示不出来。生铁主要由渗碳体和铁素体组成、它硬而能、断口呈白色、称为灰口铁、具有优良的切削加工性能、广泛应用在机器制造上;若在熔化铁液中加镁处理、使石墨呈球状、则成为可锻造、切削、机械强度较高的球 聚铸铁。

钢铁的性能依赖于钢铁的化学成分和内部的结构。钢铁结构主要指微观晶体结构和亚微观金相组织两个结构层次。从微观晶体结构看不同结构性能差别很大,表5 8 列出了四种晶相铁的机械性能。纯铁质地软,富延展性,可拉制成丝,受外力作用晶面间易滑动。当铁中渗入碳原子,由于铁和碳原子间有牢固的结合力,在碳原子周围形成不易滑动

的较固定的硬化点,这使钢比纯铁坚硬而塑性不如纯铁。一般钢中含碳量越高,硬度也越高,含渗碳体和马氏体等物相比例越高则越硬而能。

性能	铁索体	奥氏体	渗碳体	马氏体
布氏硬度	80~100	120~180	800	650~760
强度极限/(kg·cm ⁻²)	25~30	40~85	3.5	175~210
延伸率/(%)	30~50	40~60	~0	2~8
面缩率/(%)	75	_	~0	_

表 5-8 四种品相铁的机械性能

一般形成化合物的合金、特别是碳化物、其硬度比纯金属高得多、固溶体硬度和强度 也较纯金属高。混合物相的机械性能一般近似地表现为混合物中各相性能的平均值。当硬 而腌的第二相分布在第一相的晶界上呈网状结构时、合金的脆性大、塑性低;若硬而腌的 第二相呈颗粒状均匀地分布在较软的第一相基体上、则合金的塑性和韧性提高;若硬而脆 的第二相呈针状,片状分布在第一相的基体上、则其性能介于上述两者之间。由此可见、 可以通过改变化学组成、热处理厂艺、改变和调节制材的金相组成和分布、来改变钢材的 硬度和钢性,从而获得所需要的性能。

金属在弹性变形时、晶格形状发生暂时的变化、原子间距改变、除去外力后又恢复原状、塑性变形时、晶体内原子沿晶面滑动、除去外力后不复原、钢材是由许多晶粒组成的、晶粒取向和晶粒间的晶异对变形影响很大。滑动一般不易穿过晶界、而在晶界上产生应力集中,这种集中的应力再加上外力、可使相邻并未产生滑动的晶粒开始滑动。这样滑动由少数晶粒传布到整体、不同取向的晶粒相互约束、相互协调、以适应外力的影响。所以细晶粒金属的强度和塑性都比粗晶粒高。

绝过塑性变形后的金属,由于晶面之间产生滑动、晶粒破碎或伸长等原因、致使金属 产生内应力、从而发生硬化以阻止再产生滑动。这使金属的强度、硬度增加、塑性、韧性 降低。硬化的金属结构处于不稳定的状态、有自发地向稳定状态转化的倾向。加热提高温度、原子运动加速可促进这种转化以消除内应力。加热时应力较集中的部位、能量最高、 优先形成新的晶核,进行再结晶。经再结晶的金属硬度和强度降低、塑性和韧性提高、使 金属恢复到变形前的性能。再结晶在实际生产 T 艺上有重要意义,例如,不能在室湿下连 续地将一块钢锭经多次轧制而制成薄钢板。而必须经过若干次轧制和加温再结晶的重复 T 序,才能制出合格的钢板。钢锭经过锻炼轧制、将粗品較的结构破碎成小晶粒,同时使原 来晶界间的微瞭索合,成为致密的结构,从而大大提高了其机械性能。

5.6.2 铝及铝合金

1. 纯铝

铝是地球上維藏量最丰富的金属、约占地壳质量的8%左右。铝的密度为2.7g·cm· 为钢的1/3、具有优良的导电性、导热性和抗腐蚀性能。钝铝中含有铁、硅、铜、锌等杂质 元素、按其纯度可分为工业纯铝、工业高纯铝及高纯铝。工业纯铝主要用来制作铝箔、电 缆、日用器皿等。高纯铝及1.业高纯铝主要用于科学研究、制作电容器、铝箔等。

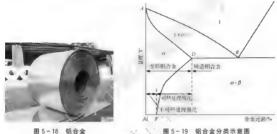


2. 铝合金

纯铝的强度和硬度都很低、不适宜作为结构材料使用。在铝中加入适量硅、铜、镁、 锰等合金元素,可形成具有较高强度的铝合金,如图 5 18 所示。若再经讨冷变形加工或 热处理强化,还可以进一步提高强度,用来制造成受较大载荷的重要结构部件,是飞机机 体 运载火箭箭体等装备的主要工程材料

1) 铝合全的分类方法

根据铝合金的成分及生产工艺特点,可将铝合金分为两类,如图 5 19 所示。图中成 分位于 D 点左侧的合金, 加热时能形成单相固溶体, 合金塑性好, 适于加工成形, 故称为 变形铝合金;成分位于 D 点右侧的合金,具有其品组织,目其品温度低,塑性差,不适于 塑性加工, 但其流动性好, 适合于铸造, 故称为铸造铝合金。



变形铝合金分为不可热处理强化和可热处理强化两类。成分在 F 点左侧的合金、温度 变化时无溶解度变化,属于不能用热处理强化的铝合金;成分在 F 点和 D 点之间的合金, 由于溶解度随温度变化,可以用热处理来强化,故称其为热处理强化铝合金。

2) 变形铝合金

国际上, 变形铝合金采用四位数字体系命名, 如图 5-20 所示, 第一位数字表示主要 合金系,第二位数字表示合金的改型,第三位和第四位数字表示合金的编号。我国变形铝 合金的牌号采用四位字符体系命名,第一位数字表示合金系,第二位(英文大写字母)表示 合金的改型,第三位和第四位数字表示合金的编号。

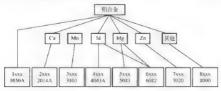


图 5-20 变形铝合金的分类

变形铝合金按性能特点分为防锈铝、硬铝、超硬铝和锻铝,其中,后:类铝合金可进行热处理强化。

- (1) 防锈铝合金。防锈铝合金主要含 Mn、Mg、属 Al Mn 系及 Al Mg 系合金、不可热处理强化、锻造退火后为单相固溶体。该类合金的特点是抗蚀性、焊接性及塑性好、易于加丁成形、有良好的低温性能;但其强度较低、只能通过冷变形加丁产生硬化,且切削加工性能较差。主要用于焊接零件、构件、容器及经深冲和弯曲的零件制品。我 国常用的 Al Mn 系合金有 3A21 等,Al Mg 系合金有 5A02、5A03、5A06 等。
- (2) 硬铝合金。该类合金属 Al Cu Mg 系、铜和镁在硬铝中可形成 θ 相(CuAl)、S 相(CuMgAl)等强化相、故合金可热处理强化。强化效果随主强化相(S 相)的增多而增大。但塑性降低。硬铝中还含少量 Mn、Fe、Si 等余质。Mn 可提高硬铝的抗腐蚀能力、细化品粒、提高强度、但过多的 Mn 合使塑性下降、故 般控制在 1岁以下; Fe、Si 则是有害 宏质、应予以限制。硬铝淬火时效后强度明显提高,可达 120MPa,比强度与高强度钢相 近,可制作飞机螺旋桨、飞机结构件、铆钉、飞机蒙皮等。我国常用的 Al Cu Mg 系合 令有 2A12 等。
- (3) 超硬铝合金。超硬铝合金属 Al-Cu-Mg-Zn 系合金、是室温强度最高的铝合金、常用的超硬铝合金有 $7\Lambda04$ 、 $7\Lambda06$ 等。合金中会产生多种强化相、除 θ 相、S 相外、还有强化效果很大的 MgZn $(\eta$ 相)、Mg Zn Λl (T 相)。超硬铝合金给固溶处理和人 L 时效后有很高的强度和硬度, σ_a 可达 680MPa,但耐使性差、高温软化快、故常用包铝法来提高其耐蚀性。包铝时用含 Zn 量为 1%的配合金、不用纯铝。超硬铝主要用作受力大的重要结构件和承受高载价的零件,如飞机大梁、起落架、加强框等。

3) 铸造铝合金

用来制作铸件的铝合金除为铸造铝合金。它的力学性能不如变形铝合金,但铸造性能好、适宜各种铸造成形、可生产形状复杂的铸件、为使合金具有良好的铸造性能和足够的强度,加入合金元素的量较变形铝合金多,总量为 $8\%\sim25\%$ 。合金元素主要有 Si、Cu、Mg、Mn、Ni、Cr、Zn 等。故铸造铝合金的种类很多,主要有 Al - Si 系、Al - Cu 系、Al - Mg 系、Al - Zn 系四类,其中 Al - Si 系应用最广泛,我国铸造铝合金的代号用"铸铝"的汉语拼音字音"ZL"及其后面的三位数字组成,其中第一位数字表示合金系列(1 为 Al - Si 系、2 为 Al - Cu 系、3 为 Al - Mg 系,4 为 Al - Zn 系),第二位和第三位数学表示合金顺序号。常用的铸造铝合金有 ZL102、ZL201 等。

开发能够代替部分变形铝合金的高强韧转造铝合金可以缩短制造周期、减低成本。国外最著名的高强韧转造铝合金是法国的 A U5GT、具有很好的力学性能、我国制造的 ZL205A、抗拉强度为510MPa、延伸率可达13%。近年来、铸造铝合金复合材料发展较为迅速,例如、铸造 Al Si 基 SiC 颗粒增强复合材料、提高了金属的性能、尤其是刚性和畴磨性、并已应用到航空、航天、汽车等领域中。此外、一些新型的具有特殊功能的铸造铝合金材料也放下研究应用阶段。

5.6.3 镁及镁合金

1. 纯.镁

镁是地壳中储量最丰富的金属之一,储量占地壳质量的2.5%,仅次于铝和铁。纯镁



为银白色,密度仅为 1.74g·cm'。镁的晶体结构为密排六方点阵,滑移系数小,塑性较低,延伸率仅约为 10%,冷变形能力差,当温度升高至 150~250℃时,滑移系数提高,塑件增加,可进行各种热加工变形。

镁的电极电位很低,因此,抗腐蚀能力差,在大气、淡水及大多数酸、盐介质中易受腐蚀。镁的化学活性很高,在空气中极易被氧化,其熔点约为650℃,熔化时极易氧化燃烧。 L业上主要采用熔盐电解法制备镁。纯镁强度低,主要用作制造镁合金的原料、化工及冶金生产的还原剂及用于烟火工业等。

2. 镁合金

镁合金是实际应用中最轻的金属结构材料,但与铝合金相比,镁合金的研究和发展 还很不充分,镁合金的应用也还很有限。目前,镁合金的产量只有铝合金的1%。镁合 金作为结构材料应用最多的是铸件,其中90%以上是压铸件。目前镁合金可分为以下 几类。

1) 耐热镁合金

耐热性差是阻碍镁合金广泛应用的主要原因之一, 当温度升高时, 合金的强度和抗蠕变件能大幅度下降, 使其难以作为关键零件(如发动机零件)材料广泛应用。

已开发的耐热镁合金中所采用的合金元素主要有稀上元素和硅。稀土是用来提高镁合金耐热性能的重要元素。含稀土的镁合金具有与铝合金相当的高温强度,但是稀土合金的成本高是其被广泛应用的一大阻碍。 M_R -Al-Si(AS)系合金是德国大众汽车公司开发的压铸镁合金。175个时,AS41 合金的蠕变强度明显高于AZ91 和 AM60 合金。从 20 世纪80 年代以来,国外致力于提高镁合金的高温抗拉强度和蠕变性能。例如,美国开发的 M_B -8Zn-5Al-0.6Ca,以及加拿大研究的 M_B -5Al-0.8Ca 等镁合金,其抗拉强度和蠕变性能都较好。2001 年,日本东北大学井上明久等采用快速凝固法制成的具有 100~200nm 晶粒尺寸的高强镁合金 M_B -2%Y-1%Zn,其强度为超级铝合金的三倍,且具有超塑性、高耐热性和高耐蚀性。

2) 耐蚀镁合金

镁合金的耐蚀性问题可通过两个方面来解决。①严格限制镁合金中的 Fe、Cu、Ni 等 杂质元素的含量。例如、高纯 AZ91HP 镁合金在盐雾试验中的耐蚀性 大约是 A791C 的 100 倍,超过了压铸铝合金 A380,比低碳铜还好得多。②对铁合金进行表面处理。根据不同的耐蚀性要求,可选择化学表面处理、阳极氧化处理、有机物涂覆、电镀、化学镀、热喷涂等方法处理。例如,经化学镀的镁合金,其耐蚀性超过了不锈钢。

3) 阻燃镁合金

镁合金在熔炼浇铸过程中容易发生剧烈的氧化燃烧。实践证明,熔剂保护法和 SF, SO, CO., Ar 等气体保护法是行之有效的阻燃方法,但它们在应用中会产生严重的环境污染,并使得合金性能降低,设备投资增大, 纯镁中加钙能够大大提高镁融的抗氧化燃烧能力, 但是由于添加大量钙会严重降低镁合金的机械性能,故该方法无法应用于生产实践, 钦可以阻止镁合金进一少氧化,但是钛含量过高时, 会引起晶粒粗化和增大热裂倾向。上海交通大学轻合金精密成形国家「程研究中心通过同时加入几种元素, 开发了一种阻燃性能和力学性能均良好的新车用阻燃镁合金, 成功地进行了轿车变速箱壳盖的 L业试验, 并生产出手机壳体、MP3 壳体等电产品外壳。

4) 高强高韧镁合金

现有镁合金的常温强度和塑制性均有待进一步提高。在 Mg Zn 和 Mg Y 合金中加人 Ca、Zr 可显著细化晶粒,提高其抗粒湿度和屈服强度,加入 Ag 和 Th 能够提高 Mg RE Zr 合金的力学性能,如含 Ag 的 QE22A 合金具有高室温拉伸性能和抗磷变性能,已 J* 泛用作 飞机、导弹的优质铸件;通过快速凝固粉末冶金、高挤压比及等通道角挤压等方法、可使铁合金的晶粒处理得很细,从而获得高强度、高塑性甚至超塑性。

5) 变形镁合金

虽然目前铸造镁合金产品用量大于变形镁合金、但经变形的镁合金材料可获得更高的 强度、更好的延展性及更多样化的力学性能、可以满足不同场合结构件的使用要求。因 此,开发变形镁合金是未来的发展趋势。

新型变形镁合金及其成形 I. 艺的开发,已受到国内外材料 I. 作者的高度重视。美国成功研制了各种系列的变形镁合金产品,如通过挤压 + 热处理后的 ZK60 高强变形镁合金,其强度及断裂韧性可相当于时效状态的 A17075 或 A17475 合金,而采用快速凝固 (RS) + 粉末冶金 (PM) + 热挤压 I. 艺开发的 Mg - Al - Zn 系 EA35 RS 变形镁合金,成为迄今报道的性能最佳的镁合金,其性能不但大大超过常规镁合金,比强度甚至超过 7075 铝合金,且具有超塑性,腐蚀速率与 2024 - T6 铝合金相当,还可同时加入 SiC。等增强相,成为先进镁合金材料的典范。日本 1999 年开发出超高强度的变形镁合金材料,以及可以冷压加工的镁合金板材。英国开发出挤压镁合金。用于核反应堆燃料罐。以色列也研制出用于航天飞行器上的表具优良力学性能和耐蚀性能的变形镁合金。法国和俄罗斯开发了鱼雷动力源变形镁合金阳极速板材料。

6) 镁合全成形技术

镁合金成形分为变形和铸造两种方法,当前主要 使用铸造成形工艺,压铸是应用最广的镁合金成形方 法,其产品如图 5-21 所示。近年来发展起来的镁合 金压铸新技术有真空压铸和充氧压铸,前者已成功生 产出镁合金汽车轮毂和方向盘,后者也已开始用于生 产汽车的镁合金零件。

镁合金半固态触变铸造成形新技术,近年来受到 美国、日本和加拿大等国家的重视。与传统的压铸相



图 5-21 综合金压铸产品

比,触变铸造法无须熔炼、浇注及气体保护。生产过程更加清洁、安全和节能。目前已研制出铁合金半固金触变铸造用压铸机。到1998年底、全世界已有超过100 台机器投入运行,约有40 种标准铁合金半固态产品用于汽车、电子和其他消费品。但相对来说。半固态铸造铁合金材料的选择性小,目前应用的只有 AZ91D 合金、需要进一步发展适用于半固态铸造的铁合金系,其他正在发展的铁合金铸造成形新技术有铁合金消失模铸造、挤压铸造 低压铸造结合法、挤压铸造 流变铸造结合法和真空倾转法差压铸造等。

5.6.4 钛及钛合金

1. 纯钛

钛的资源丰富,在地球中的储藏量位于铝、铁、镁之后居第四位。钛是一种银白色的

过渡金属,其密度为 $4.588g \cdot cm$ '、熔点为 1668 飞。钛具有同素异构转变、882.5 飞 以 F 为密排六方的 α Ti。高 F 882.5 飞 为体心立方的 β Ti。钛的突出优点是比强度高、耐热性好、抗蚀性能优异。钛在大气、海水中具有极高的耐腐蚀性。在室温下的硫酸、盐酸、硝酸中均具有很高的稳定性。钛在大多数有机酸及碱溶液中的耐蚀性也很高,但在 HF 中耐蚀性很差。

钛的化学性质非常活泼、易与 O、N、H 等元素形成稳定的化合物,这使钛的冶炼难度很大,钛 ·般采用活泼金属还原法或碘化法制取。碘化法制得的钛纯度为 99.9%, 称为 高纯钛,主要用于科学研究;活泼金属还原法制得的钛纯度为 99.5%,称为 T 业纯钛、强度很高、可直接用于工程结构材料。



图 5-22 钛合金

2. 钛全会

做是 20 世纪 50 年代发展起来的一种重要的结构金属, (() 会企因具有比强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域,如图 5 - 22 所示。世界上许多国家都认识到钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。表 5 - 9 列出几种典型钛合金及其特点。

表 5-9 几种典型钛合金及其特点

类别	典刑合金 \ "、\	・ たる 特点
α	Ti-5Al-2.5Sn, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo	强韧性一般、焊接性能好、抗氧化强、 蠕变强度较高
α+β	Ti - 6Al - 4V Ti - 6Al - 2Sn - 4Zr - 6Mo	强韧性较好,可热处理强化,可焊, 前 疲劳性能好
β	Ti-13V-IICr-3A1, Ti-6Cr-5Mo-5V-3A1	强度高, 熱处理强化能力强, 可報性及 冷成形性良好
Ti, Al	Ti ₂ AI(a ₃), TiAI(γ)	使用温度有望达到 900℃,但家温塑韧性差

第一个实用的钛合金是 1954 年美国研制成功的 Ti 6A1 4V 合金。由于它的耐热性、强度、塑性、韧性、成形性、可焊性、耐蚀性和生物相容性均较好。而成为钛合金 L业中的 E牌合金。该合金使用量已占全部钛合金的 75%~85%。其他许多钛合金都可认为是 Ti-6A1-4V 合金的改型。

20世纪50~60年代,主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金,70年代开发出。批耐蚀钛合金,80年代以来,耐蚀钛合金和高强钛合金得到进。步发展。耐热钛合金的使用温度从50年代的400℃提高到90年代的600~650℃。Ti Al(a,)和TiAl(y)基合金的出现、使钛在发动机的使用部位正由发动机的冷端(风扇和压气机)向发动机的热端(涡轮)方向推进。结构钛合金向高强高型、高强高韧、高模量和高损伤容限方向发展。

20 世纪 70 年代以来,还出现了 Ti Ni、Ti Ni Fe、Ti Ni Nb 等形状记忆合金、 并在 F程上获得日益广泛的应用。目前,世界上已研制出的钛合金有数百种。最著名的合 金有 20~30 种。近年来,各国正在开发低成本和高性能的新型钛合金,努力使钛合金进 人具有巨大市场潜力的民用工业领域。国内外钛合金材料的研究新进展主要体现在以下几 方面。

- (1) 高温钛合金。Ti 6Al 4V是世界上第一个研制成功的高温钛合金。使用温度为300~350℃。随后相继研制出使用温度为400℃、450~500℃的钛合金。新型高温钛合金目前已成功应用在军用和民用飞机的发动机上。近年来国外把采用快速凝固。粉末冶金技术、纤维或颗粒增强复合材料研制钛合金作为高温钛合金的发展方向。使钛合金的使用温度可提高到650℃以上。美国麦道公司采用快速凝固 粉末冶金技术成功地研制出一种高纯度、高致密性钛合金。在760℃下其强度相当于目前室温下使用的钛合金强度。
- (2) 高強高韧 B 型钛合金。 B 型钛合金具有良好的冷热加 「性能、易锻造、可轧制、可焊接、可通过 国溶 时效处理获得较高的机械性能、良好的环境抗力、强度 与断裂 制性的很好配合,具有优异的锻造性能,且具有良好的抗氧化性、冷热加 T 性能优良,可制成 厚度为 0.064mm 的箱材;超型性延伸率高达 2000%,可取代 Ti-6Al-4V 合金用超型成形 扩散连接技术制造各种航空航天构件。
- (3) 阻燃钛合金。常规钛合金在特定的条件下有燃烧的倾向,这在很大程度上限制了 其应用。针对这种情况,各国都展开了对阻燃钛合金的研究并取得一定突破。美国研制出 一种对持续燃烧不敏感的阻燃钛合金,已用于F119 的发动机,俄罗斯研制的阻燃钛合金 具有相当好的热变形工艺性能,可用其制成复杂的零件。
- (4) 医用钛合金。钛无毒、质轻、强度高且具有优良的生物相容性,是非常理想的医用金属材料,可用作植人人体的植人物等,目前,在医学领域中广泛使用的合金会析出极微量的钒离子和铝离子,降低了其细胞适应性且有可能对人体造成危害。美国早在20世纪80年代中期便开始研制无铝、无钒、具有生物相容性的钛合金、并将其用于矫形术。日本、英国等也在该方面做了大量的研究工作,并取得一些新的进展,已开发出一系列具有优良生物相容性的 a = β 钛合金、这些合金具有更高的强度水平,以及更好的切口性能和韧性,更适于作为植人物植人人体。

5.6.5 铜及铜合金

铜及铜合金具有优异的物理化学性能、良好的加工性能以及特殊的使用性能,在电气 工业、仪表工业、造船工业及机械制造工业部门都获得了广泛的应用。

1. 纯铜

纯铜为赤红色金属,表面形成氧化铜膜后,外观呈紫色,故「业纯铜常称为紫铜或电解铜。纯铜主要用于制作电工导体以及制备各种铜合金。单质铜具有面心晶格,无同素异构转变。密度为8~9g,cm',增点为10837、无磁性。她铜具有较高的化学稳定性、良好的导电性,大量用下制造电线、电缆、电刷等,且具有优良的成形加下性、可焊性、塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箭等铜材。冷管形加工可显著提高纯铜的强度和硬度,但塑性、电导率降低,经退火后可消除加工,硬化



现象.

T.业纯铜中含有锡、铋、氧、硫、磷等杂质,它们都使铜的导电能力下降。根据杂质 的含量, E业纯铜可分为四种: T1、T2、T3、T4。"T"为铜的汉语拼音字头,编号越 大, 纯度越低。纯铜除工业纯铜外, 还有一类无氧铜, 其含氧量极低, 不太于 0,003%, 牌号有TU1、TU2,主要用来制作电真空器件及高导电性铜线,这种导线能抵抗氢的作 用、不发生氢胎现象。纯铜的强度低、不宣直接用作结构材料。

2. 细合全

1) 黄铜



图 5-23 铜合金

黄铜是铜与锌的合金,如图 5 23 所示。最简单的黄铜是铜 锌二元合金,称为简单 苗铜或普诵苗铜, 改变苗铜中锌的含量可以得到不同 机械性能的黄铜。黄铜中锌的含量越高, 其强度越 高。 塑性越低。 工业中采用的黄铜含锌量不超过 45%。否则将会产生脆性。使合金性能降低。

> 为了改善黄铜的某种性能,在一元黄铜的基础 上加入其他合金元素的黄铜称为特殊黄铜。常用的 合金元素有硅、铝、锡、铅、锰、铁与镍等。在黄 铜中加铝能提高黄铜的屈服强度和抗腐蚀性、但稍 降低塑性。含铝量小于 4%的黄铜具有良好的加工、

铸浩等综合性能,在黄铜中加1%的锡能显著改善黄铜的抗海水和海洋大气腐蚀的能 力, 因此称为"海军黄铜", 锡还能改善黄铜的切削加工性能。黄铜中加铅的主要目的 是改善切削加工性和提高耐磨性、铅对黄铜的强度影响不大。锰黄铜具有良好的机械性 能、热稳定性和抗蚀性,在锰黄铜中加铝,还可以改善它的性能,得到表面光洁的铸 件。黄铜可分为压力加工黄铜(以黄铜加工产品供应)和铸造黄铜两类。特殊黄铜的编号 方法是"H+主加元素符号+铜含量+主加元素含量"。如 HPb60-1表示平均成分为 60%Cu, 1%Pb, 余为 Zn 的铅黄铜: 铸造黄铜在编号前加"Z", 如 ZCuZn31Al2 表示平 均成分为31%Zn、2%Al、余为Cu的铝黄铜。

青铜是人类历史上应用最早的一种合金,我国于公元前2000多年的夏商时期就开始 使用青铜铸造钟、鼎、武器、镜等。青铜最早是指 Cu Sn 合金, 因颜色呈青灰色, 故称 青铜。为了改善合金的工艺性能和机械性能,大部分青铜内还加入其他合金元素,如铅、 锌、磷等。常把Cu Al、Cu St、Cu Be、Cu Mn、Cu Pb 合金都称为青铜,为了区 别,分别称为铝青铜、硅青铜、铝青铜等。此外还有成分较为复杂的三元或四元青铜。现 在除苗铜和白铜(铜镍合金)以外的铜合金均称为吉铜。

锡青铜有较高的机械性能、较好的耐蚀性。减摩性和可铸浩性、对讨执气体的链感性 小, 焊接性能好, 无铁磁性, 收缩系数小。锡青铜在大气、海水、淡水和蒸汽中的抗蚀性 都比黄锔高。由于锡是一种稀缺元素,所以工业上还使用许多不含锡的无锡青铜,它们不 仅价格便宜,还具有所需要的特种性能。无锡青铜主要有铝青铜、铍青铜、锰青铜、硅青 铜等。青铜也可分为压力加工青铜(以青铜加工产品供应)和铸造青铜两类。青铜的编号规 则是"Q+主加元素符号+主加元素含量(+其他元素含量)"。"Q"表示青的汉语拼音字

头。例如,QSn4 3 表示成分为 4%Sn、3%Zn、其余为 Cu 的锡青铜。铸造青铜的编号前加"Z"。

3) 白铜

以镍为主要添加元素的铜基合金呈银白色,称为白铜。铜镍二元合金称为普通白铜,加锰、铁、锌和铝等元素的铜镍合金称为复杂白铜,纯铜加镍能显著提高强度、耐蚀性、电阻和热电性。「业用白铜根据性能特点和用途不同分为结构用白铜和电「用白铜两种,分别满足不同耐蚀和特殊电、热性能的需要。

5.7 新型合金材料

5.7.1 储氢合金

1. 氢气储存与储氢合金

氢气是一种来源丰富且热值很高的燃料、燃烧 1kg 氧可放出 62. 8kJ 的热量、燃烧热 是汽油发热值的 3 倍、是焦炭发热值的 4.5 倍、但氢气的储存和运输却是个难题。储氢技 术是氨能利用走向实用化、规模化的关键。氢气储存有物理和化学两大类。但因储氢方式 存在能耗高、储运不便、效率低、不安全等方面问题。只适合于特定场合、难以作为广泛 普及的储氢方法。

最早发现的储氧金属是金属钯、一体积钯能溶解几百体积的氢气、但钯很贵、缺少实用价值、1968 年美国布鲁海文国家实验室发现镁 镍合金具有吸氢特性。1969 年荷兰 菲利普实验室发现钐钴(SnnCo)合金能大量吸收氢、随后又发现镧-镍合金(LaNi)在常温下具有良好的可逆吸放氢性能、每克镧镍合金能储存0.157L 氢气。在一定的温度和压力条件下、这些金属能够大量吸收氢气、生成金属氢化物、放出热量;将金属氢化物加热、又会分解、将储存在其中的氢释放出来。这些会"吸收一释放"氢气的金属、称为储氧合金。

储氢合金的储氢能力很强,单位体积储氢的密度,是相同温度、压力条件下气态氢的 1000 倍。储氢合金粉如图 5-24 所示。由于储氢合金都是固体,不需要储存高压氢气所需的大量钢瓶,又不需存放液态氢的极低的温度条件,需要储氢时使合金与氢反应生成金属氢化物并放出热量,需要用氢时通过加热或减压使储存于其中的氢释放出来,如同蓄电池的充、放电,因此储氢合金是一种极其简便易行的理想储氢方法。



图 5-24 储氢合金粉

2. 储氦原理

在 ·定温度和压力下,许多金属、合金或金属间化合物与氢能牛成金属氢化物。反应 过程 ·般是在吸收少量的氢时,金属、合金或金属间化合物的结构不变,当氢含量提高到 一定量时氢与金属、合金或金属间化合物化合生成金属氢化物,如果氢压高,可以形成过 饱和氢化物。金属、合金或金属间化合物与氢的反应是可逆过程,改变温度和压力条件可以使金属氢化物释放出氢。储氢材料表面由于氧化膜及吸附其他气体分子,初次使用。般几乎无吸氢能力,或者需经历较长时间。通常要进行活化处理,其工艺是在高真空中加热到300℃后。通以高纯氢、如此反复数次破坏表面氧化膨并被净化。而准得良好的反应活性。

3. 常见储氢合金

正在研究和发展中的储氢合金通常是把吸热型的金属(如铁、铜、铬、铜等)与放热型的金属(如钛、镧、铈、铜等)组合起来、制成适当的金属间化合物、使之起到储氢的功能。吸热型金属是指在一定的氢压下、随着温度的升高、氢的溶解度增加;反之为放热型金属。储氢合金主要有三大系列,以 LaNi 为代表的稀土系储氢合金系列;以 TiFe 为代表的钛系储氢合金;以 Mg,Ni 为代表的镁系储氢材料。

1) 镁系合金

由于镁瓷额丰富、价格低廉,在氦的规模储运方面具有较大的优势,并且镁基合金储 氦容量大、寿命长、质量轻、体积小、无污染,因此被认为是最有希望的燃料电池、燃氦 汽车等用的储氡合金材料,并且在二次碱性电池中也有较广阔的应用前景,因而吸引了众 多的科学家致力于开发新型镁基合金。

镁基储氢合金的代表是 Mg Ni, 吸氢后生成 Mg NiH, 储氢量为 3.6%(理论电化学 容量近 1000mAh·g⁻¹)。因资源丰富及价格低廉。各国科学家均高度重视、纷纷致力于新型镁基合金的开发。但其缺点是故氧需要在相对高温下进行。一般为 250~300℃,且放氨动力学性能较差。使其难以在储氡领域得到广泛应用。研究发现通过机械合金化法使品态 Mg, Ni 合金非晶化。利用非晶合金表面的高催化性,可以显著改善镁基合金吸放氢的 救力學和動力学性能

元素取代基改善 M_R Ni 系储氧合金性能最根本的途径,主要方法是 3d 元素部分取代 Ni、主族金属元素部分取代 Mg。因为镁及其合金表面通常被氧化物和氢氧化物所覆盖,从而严重影响了其吸、放氢特性。为了解决这个问题,人们对 Mg 基合金表面处理进行了大量的研究,表面下处理是近年来兴起的一种有效的镁及其合金的表面处理方法。

2) 稀上系合金

在已开发的一系列储氡材料中、稀土系储氡合金的性能最佳、应用电最为广泛。人们很早就发现、稀土金属与氡气反应牛成稀土氡化物 REH. 这种氡化物加热到 1000℃以上才会分解。而在稀土金属中加入某些第二种金属形成合金后,在较低温度下也可吸放氡、是良好的储氡合金材料。典型的储氡合金 LaNi. 是 1969 年荷兰非利浦公司发现的、从而引发了人们对稀土系储氡材料的研究。

LaNi 是六方晶体结构的金属间化合物,在间隙中可以周溶大量的氡、在室温下一个单胞可与六个氢原子结合形成 LaNi H.·晶体结构类型没有变化,但晶格体积增加了23.5%。故氢化容易、反应速度快、吸、放氢性能优良。添加第 "组元可改变稀土系储氦合金的分解压、生成热和其他性质,或用第 "组元替代 Ni 改善储氢性能。如 LaNi。 M. 型合金,M 为 Al、Cu、Fe、Mn、Ga、In、Sn、B、P、P、d 等元素。M 不同,对稀土系储氦合金的分解压、生成热和其他性质的改变程度不同。LaNi 的主要缺点是循环退化严重、易于粉化、密度大、在强碱条件下耐腐蚀性差。La 的价格高,用混合稀土 MR(La、Ce、Sm)替代 La 可降低成本。但 MRNi,的氦分解压升高,滞后压差大,给使用带来

困难.

3) 钛锆系合金

钛锆系储氡合金 - 般是指具有 Laves 相结构的 AB. 型金属间化合物,具有储氡容量高、循环寿命长等优点,是目前高容量新型储氡电极合金研究、开发的热点。 锆基 AB型 Laves 相合金主要有 Zr V 系、Zr Cr 系和 Zr Mr 系,其中 ZrMn 是 ,种吸氢量较大的合金(理论容量为 $482mAh \cdot g^{-1}$)。 20 世纪 80 年代末,为适应电极材料的发展,在 ZrMn,合金的基础上开发了,系列电极材料。这类材料具有放电容量高、活化性能好等优点,所以具有较好的应用而量。 钛基 AB 型储氡合金主要有 TiMn 基储氡合金和 TiCr 基储氡合金两大类。 作此基础上,通过其他元素替代开发出了,系列多元合金、钛锆系储氡合金的基现代表是 TiFe。

4. 储氡材料的应用

- (1) 高容量的氢储存。高纯及超纯氢是电子、冶金、医药、食品、化丁、建材等工业 中必不可少的重要原料。目前这些部门是采用电解水附加低温吸附净化处理。投资大、耗 能多、不便于运输。如果利用储氢合金储存氢、简单易行、节能环保。
- (2) 氢燃料发动机。设计制作氢燃料发动机用于汽车和飞机,可提高热效率,减少环境污染,重量虽不如用汽油轻,但比用其他能源电池的重量轻。
- (3) 热-压传感器和热液液励器。利用储氨合金有恒定的 p-c-T 曲线的特点、氢化物的氢分解压与温度有对应关系。通过压力来测量温度有较高的温度敏感性。因氢分子量小、无重力效应、因而探头的体积小、使用的导管较长而不影响测量精度。它要求储氡材料滞后尽可能小、生成热和反应康度尽可能大。
- (4) 每同位素分离和核反应堆中应用。在原子下业中、用以制造重水;在核动力装置中,使用储氧材料吸收、去除泄漏的氕、氘、氚、确保安全运行。
- (5) 空调、热泉及热储存。储氡合金吸-放氡过程中伴随着巨大的热效应,发生热能-化学能的相互转换,这种反应的可逆性好,反应速度快,是一种特别有效的蓄热和热泵介质,是一种化学储能方式,长期储存毫无损失。利用储氡材料的热装置可以充分回收利用 太阳能和各种中低温(300°以下)余热、废热、环境热,用于进行供热、发电或空调。
- (6) 催化剂。储氢材料用作加氢和脱氢反应的催化剂具有较高的比活性,但比表面较小,采用非晶晶化、共沉淀-还原扩散、机械合金化、预处理等新的制备方法或工艺,在不降低比活性的同时,可提高比表面。
- (7) 氢化物 镍电池。利用金属氢化物电极代替有毒的镉电极制成的金属氢化物 镍电池,是一种高功率新型碱性二次电池,是储氢材料领域第一个已商品化、产业化的应用项目。

在储氢材料的开发与应用领域,人们除了不断改善已发现的金属氢化物的性能外,还 在不断探寻其他具有高容量储氢能力的储氢材料,如单壁纳米碳管,并开展对特殊结构的 纳米碳纤维等材料的储氢能力和机理的研究等。

5.7.2 形状记忆合金

1. 形状记忆合金的特征

1932年,瑞典人奥兰德在金镉合金中首次观察到"记忆"效应。记忆合金的开发时



间不长,但由于其在各领域的特效应用,为世人所瞩目,被誉为"神奇的功能材料"。

形状记忆合金的特征可概述为,材料在某一温度下受外力而变形,当外力去除后,仍保持其变形后的形状,但当温度上升到某数值时,材料会自动恢复到变形前原有的形状,似乎对以前的形状保持着记忆。合金材料恢复形状所需的刺激源通常为热源,故又称热致形状记忆合金。



图 5-25 月球上使用的 形状记忆合金天线

1969 年阿波罗 11 号登月舱所使用的无线通信天线即为形状记忆合金制造。首先将 Ni-Ti 合金丝加热到 65℃,使 捷转变为奥氏体物相,然后将合金丝冷却到 65℃以下,合金丝转变为马氏体物相。在室温下将马氏体合金丝切成许多小段,弯成天线形状,再将各小段合金丝焊接固定成 I 作状态,将天线压成小团状,便于升空携带。太空舱登月底,利用太阳能加热到 77℃,合金转变成奥氏体,压缩天线便向动张开,恢复到原 I 作状态,如图 5-25 所示。

不同材料有不同的记忆特点,一般可分为三类。

- (1) -次记忆。材料加热恢复原形状后, 冉改变温度, 物体不冉改变形状, 此为一次记忆能力, 如图 5-26(a)所示。
- (2) 可逆记忆。物体不但能记忆高温的形状,而且能记忆低温的形状,当温度在高低温之间反复变化时,物体的形状也自动在两种形状间变化,如图 5-26(b)所示。

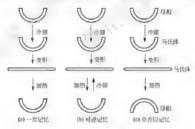


图 5-26 形状记忆合金的三种工作模式

2. 形状记忆合金的原理

形状记忆合金的"记忆"性能,像于马民体相变及其逆转变的特性。镍钛合金的母相为有序结构的奥氏体,其结构如图 5 27(a)所示。"温度降低时,原产发生位移相变、变为马氏体(相变温度为 T_{v_k}),其结构如图 5 27(b)所示,这种马氏体和淬火钢中的马氏体不同,称为热弹性马氏体,通常它比母相还要软。在马氏体存在的温度区间中,受外力作用产生变形,成为变形马氏体,其结构如图 5 27(c)所示。在此过程中,马氏体发生择优取向,处于对应力方向有利的马氏体发生,而处于对应力方向不利的马氏体效少,而形

成单一有利取向的有序马氏体。当这种马氏体加热到一定的温度时出现逆转变,即马氏体 转变为奥氏体(相变温度为 T、)、晶体恢复到高温母相(图 3 27(a))、其宏观形状也恢复 到原来的状态。形状记忆合金和一般合金不同、主要是存在热弹性马氏体、它含有许多孪 晶、对它能加外力容易变形、但其原子的结合方式并没有产生变化。所以将它再加热到一 定的温度就会发生逆转变、又变或稳定的母相。

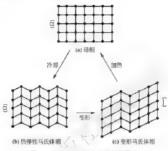


图 5-27 形状记忆合金的工作原理

根据其转变机理,形状记忆合金应具备以下三个特点;①马氏体是热弹性类型;②马氏体的形变主要通过孪晶取向改变产生;③母相通常是有序结构。具有形状记忆效应的合金现已发现很多,主要有Ni-Ti系合金、Cu-Zn-Al系合金以及Cu-Al-Ni系合金。

3. 形状记忆合金材料

至今为止,已发现的形状记忆合金体系有十几种,可以分为 Ti – Ni 系、铜系、铁系合金三大类,包括 Au – Cd、Ag – Cd、Cu – Zn、Cu – Zn – Al、Cu – Zn – Sn、Cu – Zn – Si、Cu – Sn、Cu – Zn – Ga、In – Ti、Au – Cu – Zn、Ni – Al、Fe – Pt、Ti – Ni、Ti – Ni – Pd、Ti – Nb、U – Nb 和 Fe – Mn – Si 等。它们具有两个共同特点:①弯曲量大,塑性高:②大于记忆温度便能恢复初始形状。最早发现的记忆合金是 50% Ti + 50% Ni — 些比较典型的形状记忆合金材料及其特性列于表 5 – 10

	AC 3 - 10	26 14 10 t	IV NO IC MADE HAVE				
合 金	组成 (%)	相变性质	$T_{\rm M},/{}^{\circ}\!{ m C}$	热滯后 /℃	体积变化(%)	有序 无序	记忆功能
Ag-Cd	(44~49)Cd(原子分数)	热弹性	-190~-50	约 15	-0.16	有	S
Au - Cd	(46.5~50)Cd(原子分数)	热弹性	-30~100	约 15	-0.41	有	S
Cu Zn	(38.5~41.5)Zn(原子分数)	热弹性	180~-10	约 10	-0.5	有	S
Cu Zn X	X—Si, Sn, Al, Ga	热弹性	180~100	约 10	_	有	S, T

表 5-10 具有形状记忆效应的合金



合 金	组成 (%)	相变性质	$T_{\mathrm{Ms}}/\mathbb{C}$	热滞后 /℃	体积变化 (%)	有序 无序	记忆功能
Cu - Al - Ni	(14~14.5)A1-(3~4.5) Ni(质量分数)	热弹性	-140~100	约 35	-0.30	有	s, T
Cu - Sn	约 15Sn(原子分数)	热弹性	-120~-30	_	_	有	S
Cu - Au - Sn	(23~28)Au-(45~47) Zn(原子分数)		-190~-50	约6	-0.15	有	S
Fe - Ni - Co - Ti	33Ni-10Co-4Ti(质量分数)	热弹性	约—140	约 20	0:4~2.0	部分有	S
Fe - Pd	30Pd(原子分数)	热弹性	约-100	15		无	S
Fe - Pt	25Pt(原子分數)	热弹性	约-130 \	独当	0.5~0.8	有	S
In - Ti	(18~23)Ti(原子分数)	热弹性	60-100	约 4	-0.2	无	S, T
Mn - Cu	(5~35)Cu(原子分数)	热弹性	-250~185	约 25	_	无	S
Ni - Al	(36~38)A1(原子分数)	热弹性	-180~100	约 10	-0.42	有	S
Ti - Ni	(49~51)Ni(原子分数)	热弹性	-50~100	约 30	-0.34	有	S, T, /

注:S-单向记忆效应:T-双向记忆效应:A-全方位记忆效应。

目前性能最佳的形状记忆合金仍然是钛镍合金。不同合金、相同合金不同成分以及采用不同的热处理工艺。可以调节相变温度 T_{M} 和 T_{M} ,以满足不同的使用需求。

4. 形状记忆合金的应用

具有形状记忆效应和超弹性的合金已经发现很多,但是目前进入实际使用阶段的主要 有 T_1 -Ni 合金和 C_2 -Al 合金,前者价格较贵,但是性能优良,并与人体有生物相容性;后者具有价廉物美的特点,普遍受到人们的青睐。目前主要在以下方面得到了应用;

- (1) 军事和航天 | 业方面。最早报道的应用实例之一是美国国家航空和航天局用形状记忆合金做成天线,有效地解决了体态庞大的天线的运输问题。
- (2) 「程方面。形状记忆合金目前使用量最多的是制作管接头。把形状记忆合金加 「成内谷稍小于待接管外径的套管,在使用前将此套管在低温 下加以机械扩管,使其内径稍大于待接管的外径,将该套管套在两根待接管的接头上,然后在常温下自然升温或加热,由于形状记忆效应而恢复至扩管前的口径,从而将两根管军周而紧密地连接在一起。如





图 5-28 形状记忆合金管接头

圖升后接率 图 5-28 所示。目前其已在 F-14 战斗机油 压系统、沿海或海底输送管的接口固接上取 得了成功的应用。把形状记忆合金制成的弹 簧与普通弹簧安接在一起,可以制成自控元件。在高温和低温时,形状记忆合金弹 接于发生相变。 母相与马氏体健康不同,使优 体向左、右不同方向运动。这种构件可以依

为暖气阀门、温室门审自动开启的控制元件、描笔式记录器的驱动元件、温度的检测和驱动元件。

(3) 医疗方面。Ti Ni 形状记忆合金对生物体有较好的相容性,可以埋入人体作为移植材料,医学上应用较多。在生物体内部作为固定折断骨架的销,进行内固定接骨的接骨板,由于体内温度使 Ti Ni 合金发生相变,形状改变,不但能将两段骨固定住,而且能在相变过程中产生压力,迫使断骨很快愈合。另外,假肢的连接、矫正脊柱弯曲的矫正板,都是利用形状记忆合金治疗的实例。

在内科方面,可将细的 Ti Ni 丝插入血管,由于体温使其恢复到母相的网状,可阻止 95%的凝血块不流向心脏。用记忆合金制成的肌纤维与弹性体薄膜心室相配合,可以模仿心室收缩运动,制造人工心脏。

(4) 形状记忆式热发动机。最早开发的形状记忆热发动机为 Banks 热发动机,与转动轮处于偏心位置的曲轴和转动轮之间由 20 根弯成 U 字形的铁镍合金线连接者。在通过热水浴时,合金线伸自而推动偏心曲轴,其中沿切线的分量使得转动轮旋转,属于偏心曲轴发动机。此后又相继开发了汽轮发动机、斜板型发动机和场致发动机等,但其下作原理都是一样的。1973 年,美国试制成第一台 Ti-Ni热机,利用形状记忆合金在高温、低温时发生相变、产生形状的改变并伴随极大的应力,实现了机械能与热能之间的相互转换。

目前,形状记忆效应和超弹性已广泛用于医学和生活的各个领域,如制造血栓过滤器,脊柱矫形棒,接骨板、人工关节、人恶心脏等,还可以广泛地应用于各种自动调节和控制装置。形状记忆薄膜和细丝可能成为未来超微型机械厂和机器人的理想材料。由于形状记忆含金质轻、强度高和耐蚀性等特点,使它备受各个领域青睐,如图5-1、图5-2所示。作为一类新兴的功能材料。记忆合金的很多新用途产不断被开发。

5.7.3 超耐热合金

1. 超耐热合金的定义

超耐热合金又称高温合金、如图 5-29 所示,对于需要高温条件的工业部门和应用技术,有着重大的价值。最具有代表性的应用包括航天航空发动机及相关零部件制造。先进飞机的关键部件之一就是发动机,其涡轮进口需要耐受高温、高压、高速气流的冲击,涡轮进口气体温度常可达1700℃以上,气压高达几十个大气压,由此才可能产生数万马力的功率。如果把涡轮前温度由900℃提高到1300℃,则发动机推力将会增加到130%,耗油

率会大幅度下降。更先进的矢量推进发动机对矢量喷管结合处的耐温要求更高达 2000℃,可见耐高温、高强度材料的重要性。一般金属材料的熔点越高,其可使用的温度限制越高,这是因为随着温度的升高。金属材料的机械性能显著下降。氧化熵蚀的趋势相应增大,因此。一般的金属材料和只能在 500~600℃下长期工作,在 700~1200℃高温下仍能长时间保持所需力学性能,具抗氧化、抗腐蚀能力,能满足工作条件的金属材料通称为超耐热合金。



图 5-29 高温合金零件



尽管有的纯金属材料熔点高达 2000 C以上, 但在远低于其熔点时, 力学强度迅速下降, 高温氧化、腐蚀严重, 因而, 极少用纯金属直接作为超耐热材料。普通的碳钢在800~900 C时强度大大降低, 但是在其中加入一些其他金属成分, 尤其是镍、铬、钨等,制成耐热合金、耐高温水平壁明显提高了。

第 V 副族、第 S 制度,在 金属晶体中形成 字 因化学键、 面且其原 F 半 径 较小、 晶格结点 L 粒 子 向的 P 函数, 相 互 作 用 力 大 , 所 以 其 熔 点 高 、 便 度 大 。 超 耐 熱 合 金 主 要 是 指 第 V ~ V 副 副族 元素 和 第 U 職 庇 元素 形 成 的 会 会 。

2. 超耐热合金的分类

超耐热合金典型组织是奧氏体基体,在基体上弥散分布着碳化物、金属间化合物等强化相。高温合金的主要合金元素有铬、钴、铝、钛、镍、钼、钨等。合金元素起稳定奥氏体基体组织、形成强化相、增加合金的抗氧化和抗腐蚀能力的作用。常用的高温合金有铁基、镍基和钴基二种。

1) 铁基超耐热合金

铁基高温合金层从奥氏体不锈铜发展起来的。含有一定量的铬和镍等元素。它是中等温度(600~800℃)条件下使用的重要材料。具有较好的中温力学性能和良好的热加厂塑性,合金成分简单、成本保。主要用于制造航空发动机、燃气轮机的涡轮盘和柴油机的废气增压涡轮。也可割作导向叶片、涡轮叫片、燃烧室等。由于沉淀强化型铁基合金的组织不够稳定、抗氧化性较差、高温温度不足、因而铁基合金不能在更高温度条件下应用。

2) 镍基超耐热合金

其为以镍为基体(含量一般大于50%),在650~1000℃范围内具有较高的强度和良好的抗氧化、抗燃气腐蚀能力的高温合金。

镍基合金总高温合金中应用最广、高温强度最高的一类合金。主要原因如下:①镍基合金中可以溶解较多合金元素,且能保持较好的组织稳定性;②可以形成共格有序的 A.B 型金属间化合物,以其作为强化相,使合金得到有效的强化,获得比铁基高温合金和钴基高温合金更高的高温强度;③含铬的镍基合金具有比铁基高温合金更好的抗氧化和抗燃气腐蚀能力。镍基合金含有十多种元素,其中 Cr 主要起抗氧化和抗腐蚀作用,其他元素主要起爆化作用。按其强化作用方式可分为固溶强化型合金和沉淀强化型合金,其中固溶强化元素如钨、钼、钴、铬和钒等,沉淀强化元素如铝、钛、铌和钽等,晶界强化元素如硼、锆、镁和稀土元素等。

3) 钴基超耐热合金

钴基高温合金是含钴量 40%~65%的奥氏体高温合金、在730~1100℃时,具有一定的高温强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力,用于制作工业燃气轮机、舰船燃气轮机的导向叶片等。钴是一种重要战略资源,但世界上大多数国家缺钴、以致钴基合金的发展受到限制。

钴基合金 般含镍 10%~22%、铬 20%~30%及钨、钼、钽和铌等固溶强化和碳化物形成元素、含碳量高、是一类以碳化物为主要强化相的高温合金。其耐热能力与固溶强化元素和碳化物形成元素的含量多少有关。提高超耐热合金高温强度和耐腐蚀性通常通过两种途径,即改变合金的组织结构和采用特种工艺技术。

5.7.4 超低温合金

1. 超低温材料的特性

通常把常温至热力学零度的温度范围称为低温。常见低温环境,天然气的沸点为 163°、液氮为 195.8°、、液氮为 253°、、液氮为 269°。针对不同的特定用途、低温领域,必须采用与之相适应的合金材料,如图5-30所示。

(1) 防止低温脆性。 - 般合金在低温下强度会增加、 但是延伸率。断面收缩率、冲击值等都会下降、从而产 生脆性破坏。例如、铁素体钢呈体心立方结构,在温度 达到—200℃时,会出现韧性-脆性转变。如果添加 13% 的镍,可以使其过渡温度下降至液氮温度,即在液氮温 度以上不会出现低温脆性。

防止低温脆性的另一种方法是采用面心立方结构的金 属,如铝合金、奥氏体系不锈钢等。现代研究表明。1912 年泰坦尼克号豪华轮船在北海与冰山相撞后迅速沉没,就



图 5-30 低温合金三通

是由于那时候所用的钢材中硫、磷含量高。在冰冷的海水中与冰山碰撞发生脆性断裂所致。

- (2) 具备低温下的热性能。低温构件在绛历低温和室温之间反复多次变化后容易发生 热变形。要防止这种现象,需要低温合金的热膨胀系数尽可能小。但低温下强度和韧性都 较好的不锈钢、铝合金的热膨胀系数却都较大,因此低膨胀合金,如铁镍合金、铁合金的 开发研究受到关注。
- (3)必须是非磁性合金。超低温技术多在磁场下利用,在这种情况下,如果采用带有磁性的合金,在构件中就会由于产生电磁力的作用而造成对磁场的不良影响。奥氏体系不锈钢虽然属于非磁性合金,但是其在低温下不稳定,在超低温反复冷却循环中,会生成有磁性的马氏体相,因而会产生磁性。

2. 超低温合金的研究

高锰奥氏体钢是专门开发的超低温合金,即使在液氮温度下也具有良好的强度和延伸率,而且热膨胀系数特别小,但是机械加工性不住,耐冲击性也较差。

如果把铁镍铬不锈钢中的镍和铬分别由锰和铝代替,则可以制得铁锰铝新合金钢,其强度、韧性都十分优异。在铁锰铝合金钢中添加多量的锰、仍可以保持面心立方结构,还可以使得过量的铝固溶;而在铁锰铝新合金钢中添加过量的铝。可以增加奥氏体的强度和耐腐蚀性。对这种合金添加碳和硅也可以增加其强度,硅还有助于增加其耐腐蚀性,但是硅能强化铁索体的形成,为了维持奥氏体,硅不能添加过多。由于锰、铝密度都较小,所以铁锰铝新合金钢具有密度小的特点,此外其在常温下有良好的加工性,被认为是对低温技术发展产生重要影响的优良材料。

5.7.5 超塑性合金

1. 超塑性合金的特征

长期以来,人们一直希望能够较容易地对高强度材料进行塑性加工成形,成形以后,

又能像钢铁·样坚固耐用。随着超塑性合金(superplastic alloy)的出现,这种想象成为了现实。20 世纪 70 年代的初期,世界各国学者都在探索金属的超塑性,并已发现 170 多种合金材料具有超塑性。

塑性是金属自身具有的一种物理性质、指当材料或物体受到外力作用时,发生显著的 变形而不立即断裂的性质。塑性大小标志者材料变形能力的好坏。对于同种材料、塑性越 高表示材料的杂质核少,在加工过程中越容易成形,可以制造出形状复杂的零件。

延伸率是衡量材料塑性的指标、在通常情况下、金属的延伸率不超过90%。一般铝材在室温下拉伸变形时、伸长值达到30%~10%就会断裂、即使在100℃高温下、伸长率也只有50%~100%。但具有特殊组织的材料,在适当的变形条件下,变形所需应力小、变形均匀、延伸率大且不会断裂、颈缩、此现象称为超塑性。合金发生超塑性时的断后伸长率通常大于100%。有的甚至可以超过1000%。最初发现的超塑性合金是锌与22%铝的合金。1920年,德国人罗森汉在锌-铝-铜:元共晶合金的研究中,发现这种合金经冷轧后具有暂时的高塑性。

从本质上讲,超塑性是高温蠕变的一种、因而发生超塑性需要·定的温度条件、称为超塑性温度 T、金属不会自动具有超塑性,必须在一定的温度条件下进行预处理,方能产生超塑性的合金。利用金属的超塑性可以制造高精度的形状极其复杂的零件,超塑性金属的加工温度范围和变形速度显有限制,但因其晶粒组织细致,又容易和其他合金压接在一起组成复合材料,故在材料加工中具有很大的优势。

2. 超塑性合金的类别

根据金属学特征,可将超塑性分为细晶超塑性和相变超塑性两大类。

1) 细品超塑性

即等温超塑性,是研究得最早、最多的一类超塑性、目前提到的超塑性合金主要是指这一类超塑性的合金、其品粒一般为微小等轴晶粒。是塑性合金的组织结构基础。产生细晶超塑性的必要条件是;①温度要高、 $T_* = (0.1 - 0.7) T_{65}$;②变形速率要小、低于 $10^{-1} s^{-1}$;③材料组织为非常细的等轴晶粒、晶粒直径小于 $5 \mu m_s$

2) 相变超塑性

相变超塑性不要求金属有超细晶粒组织,但要求金属有固态相变特性。在一定外力作 用下,使金属或合金在一定相变温度附近循环加热和冷却,经过一定的循环次数以后,就 可能诱发产生反复的组织结构变化,使金属原子发生剧烈运动而呈现超塑性,从宏观上获 得很大的伸长率。

相变超塑性总的伸长率与温度循环次数有关、循环次数越多、总的伸长率越大。相变超塑性是在一个温度变动频繁的范围内、依蒙结构的反复变化、不断使材料组织从一种状态转变到另一种状态,故又称它为动态超塑性。相变超塑性的主要工业用途是在焊接和热处理方面,可以利用金属在反复加热和冷却过程中除了具有很强的扩散能力、使两块具有相变或同素异构转变的金属贴合、在很小的负荷下。经过一定的循环次数以后、完全黏合在一起。这就是所谓的超塑性焊接。

现有超塑性合金种类较多,其中重要的工业用合金有五种。

(1) 锌基合金,是最早的超塑性合金,具有很大的无颈缩延伸率。但其蠕变强度低,冲压加工性能差,不宜用作结构材料。用于一般不需切削的简单零件。

- (2) 铝基合金; 虽具有超塑性,但综合力学性能较差, 室温脆性大、限制了其在工业 上的应用。含有微量细化晶粒元素(如 Zr 等)的超塑性铝合金则具有较好的综合力学性能,可加丁成复杂形状的部件。
- (3) 镍合金: 镍基高温合金由于其高温强度大, 难以锻造成形。利用超塑性进行精密 锻造, 压力小, 节约材料和加工费, 制品均匀性好。
- (4) 超塑性钢,将超塑性用于钢方面,至今尚未达到商品化程度。含碳 1.25%的碳钢 在 650~700℃的加工温度范围内,具有 400%的断后伸长率。
- (5) 钛基合金, 钛合金变形抗力大、回弹严重、加工困难, 难以获得高精度的零件, 如图 5-31 所示。 利用超塑性进行等温模锻或挤压, 其变形抗力大为降低,可制出形状复杂的精密零件。

3, 超塑性合金的应用

超塑性合金的研究与开发为金属结构材料的加工 技术和功能材料的发展,开拓了新的前景,受到各国 普遍重视,下面介绍典型的应用实例。

(1) 高变形能力的应用。在温度和变形速度合适 时,利用超塑性合金的极大伸长率,可完成通常压力



图 5-31 钛合金超塑成形零件

加工方法难以完成或用多道工序才能完成的加工任务。如 Zn-22Al 合金可加工成"金属/(球",即可像气球一样易于变形到任何程度。这对于一些形状复杂的深冲加工、内缘翻边等工艺的完成有十分重要的意义。超塑性加工的缺点是加工速度慢、效率低。优点是作为一种固态铸造方式,成形零件尺寸精度高、可制备复杂零件。

对于超塑性合金可采用无模拉拔技术,它是利用感应加热线圈来加热棒材的局部,使 合金达到超塑性温度,并通过拉拔和线圈移动速度的调整来获得各种减而率。

- (2) 固相黏结能力的应用。细晶超塑性合金的晶粒尺寸远小于普通粗糙金属表面微小凸起的尺寸(约10µm),所以当它与另一金属压合时。超塑性合金的晶粒可以顺利地填充 满微小凸起的空间。使两种材料间的黏结能力大大提高。利用这一点可轧合多层材料、包 複材料和制造各种复合材料,获得多种优良性能的材料。这些性能包括结构强度、刚度、 减振能力、共振点移动、韧脑转变温度、耐蚀及耐热性等。
- (3) 减振能力的应用。合金在超塑性温度下具有使振动迅速衰减的性质、因此可将超 塑性合金直接制成零件以满足不同温度下的减振需要。
- (4) 其他性能的应用。利用动态超塑性可将铸铁等难加下的材料进行弯曲变形达 120°, 对于铸铁等焊接后易开裂的材料。在焊后于超塑性温度保温、可消除内应力、防止 杆裂。超塑性还可以用于高温苛刻条件下使用的机械及结构件的设计、生产及材料的研制、也可应用于金属陶瓷和陶瓷材料中。总之、超塑性合金的开发与利用前景广阔、超塑性破形工艺将在航天、汽车、车厢制造等部门广泛应用。

5.7.6 减振合金

金属材料大量地用于制造各种机器和设备,多数机械会带来严重的噪声污染。治理振 动产生的噪声,固然可以采用附加隔声装置等方法,但势必使机器大型化、质量增加。发 明·种不产生振动噪声的金属材料来达到减振、消声的目的, ·直是材料科学家梦寐以求的目标。20 世纪 50 年代, 英国和美国首先开始研究金属的减振特性, 并开发了锰 铜系减振合金。

传统的念属材料强度高、振动衰减性差、容易产生振动和噪声。为了兼顾高强度和振动衰减性好这两方面的要求、材料科学家们研制了减振合金(vibration reduction alloy)。减振合金又称阻尼合金、无声合金、消声合金或安静合金等。减振合金具有优异的破振性、是由材料的内部微观结构决定的、它能够依靠材料内部易于移动的微结构界面、将在运动过程中将产生的内摩擦(内耗)较快地转化为热能消耗掉、使振动迅速衰减、从而能有效地降低噪声的产生,如锰铜合金的减振是低碳铜的10倍,被称作"哑巴金属",用锤子蔽打、甚至用力棒到水泥脏上,也只发出较小声音。

日前生产中应用的碳振合金有数十种.根据作用机制可将减振合金分为复合型、铁磁性型、位错型、孪晶型等类型。除减振和强度兼优的锰制合金外,还有经常被用做机床床身的镍钛合金,用于机器底座的灰口铸铁,用于制造立体声放大器底板的铅锌合金,作为蒸汽涡轮机叶片材料的铬钢,用作火箭、卫星上精密仪器减振台架的镁锆合金等。

量初,減振合金用在导弹、飞行器和潜艇等先进武器上,以达到減振和消声的目的。 后来其使用范围迅速扩展,成为机械制造业中的传动耐磨件、结构材料、家电、电力、汽 车等行业有效减振和降低噪声的新型材料。減振合金的发展和应用为降低噪声、创造安静 的工作和生活环境提供了可能。

5.7.7 硬质合金

间隙化合物还能溶解其他合金组元形成固溶体,其成分可在 · 定范围内变化。金属碳化物是许多合金铜中的重要组成部分,对合金铜性能有重大影响。例如, · 般工具铜在温度离子 300℃时硬度就有显著的下降。而含 18%吸、13℃r、13℃ 的高速铜即使在温度接近 600℃时,仍然具有足够的硬度和耐磨性。主要是这些添加元素与碳生成了金属碳化物、使得高速铜不但可在较高的切削速度下进行工作。而且有较长的工作来命。

为满足对热硬性要求不断提高的需要(如大直径)件高速切削用刀具材料)、普遍应用的昆由 · 种或多种难熔金属的高硬度碳化物与作为黏合剂用的钻为材料、用粉末冶金法制成的硬质合金。常用的难熔金属元素有 W、Ti、Ta、Nb 等。这种硬质合金具有高硬度(HRA=89~92)、高热硬性(达 1000℃),且有一定的韧性。图 $_{3}$ 2 所示为硬质合金复合刀具。

其中的钛钨钴类合金(主要成分是 TiC、WC 和黏合剂 Co)比钨钴类(主要成分是 WC 和 Co)具有更高的硬度、热硬度、抗氧化性和抗腐蚀性。但抗弯、抗压强度和导热性较差。同一类合金中、黏合剂 Co 含量增大则使其密度相对降低,抗弯强度和倒性提高,但硬度下降。添加 NbC 或 TiG 现质合金的强度变化不太显著,但热硬性可明显提高。特别要指出的是 TiC 具有高硬度、高熔点、抗高温氧化、密度小、成本低等诸多优点,是一种



图 5~32 硬质合金复合刀具

而大光 前者句括铁 锰 铬及其合金、

抗高温氧化、密度小、成本低等诸多优点,是一种非常重要的金属碳化物,已获得广泛 的应用。

B、N原子与过渡金属元素所生成的间隙化合物和上述讨论的金属碳化物具有类似的性质、熔点高、硬度大。B原产半径略大于C原子半径,所以金属硼化物晶棉结构多为复杂结构。N原子半径则略小于C原子半径。它不仅能和那些可与C原子形成间隙相的金属元素如Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、W等,还能和Cr、Mn、Fe、Co、Ni等形成简单晶格结构的间隙相、不过 Mn、Fe、Co、Ni 的金属氯化物晶格会发生某种程度的畸变。

10					
1	-	PR.	4	题	
	36	~~	~5	July -	h

一、填空题

1 今届新游面公告

主要	是铁碳合金.	常作为	使用:	有色金属通常指除	之外的所有金
属。	常作为	使用。			
	OLANDA	HA IE IN IN ALCOH LA T	T 100 F		#A

- 2. 大多数金属单质采取的密堆积型式有____、______三种
- 3. 导电性 Al _____ Zn, Cu ____ Fe.
- - 5. Q235AF 表示
- 6. 根据铝合金的成分及生产工艺特点,可将铝合金分为_____、__ 两类。
- 7. 冶金的分类方法很多、根据过程性质可分为 、 , 根据冶金工 艺过程不同分为 、 。

二、名词解释

光电效应 合金 固溶体 间隙化合物 奥氏体 马氏体

三、简答题

- 1. 为何细晶粒金属的强度和塑性都比粗晶粒高?
- 2. 为何不能在室温下连续地将一块钢锭经多次轧制而制成薄钢板,而必须经过若下次轧制和加温再结晶的重复工序,才能制出合格的钢板?
 - 3. 简述储氢合金的储氢原理。
 - 4. 简述形状记忆合金的特征。

第6章

无机非金属材料



知识要点	掌握程度	相美知识
无机非金属材料的 结合健	掌握离子健和共价键特点	共价键、离子键
典型的晶体类型	了解晶体的空间分布。,	氟化钠、萤石、金刚石、石墨、硅 酸盐等
其他结构	了解其他结构的类型 、 , ` 〉	非晶态、多相、孔结构
无机非金属材料 性能	-掌握其相关性能	热学、电学、磁学、力学和光学等 性能
拘瓷材料 入	掌握其分类、组成、性能及应用	陶瓷、水泥、玻璃、耐火材料、新型材料等
无机非金属材料的 制备方法	掌握传统陶瓷、水泥的制备方法; 了解玻璃、耐火材料和功能陶瓷的 制备方法	陶瓷、玻璃、耐火材料、水泥和功能陶瓷的制备

导入案例

在英文中,中国和陶瓷都是同一个词汇(China),有一种说法是,"中国"这个词便 来原于"陶瓷"。从这个角度可见中国的陶瓷对世界的影响。图 6 1 所示为中国传统陶瓷制品。





图 6-1 中国传统陶瓷制品

无机非金属材料是以案些元素的氧化物、碳化物、氮化物、菌素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐等物原组成的材料。是除金属材料、有机高分子材料和复合材料以外的所有材料的銑餘。无机非金属材料的提法是 20 世纪 40 年代以后,随着现代科学技术的发展从传统的硅酸盐材料淡变而来的。早期它包含了陶瓷、水泥、玻璃和耐火材料等硅酸盐材料。而如今陶瓷材料已是无机非金属材料的同义词。不仅包括传统陶瓷。还包括硅酸盐材料和氧化物、碳化物、氮化物等新型材料。

无机非金属材料的应用已从建筑、日常生活领域发展到冶金、化工、交通、能源、电子、食品、光学、医药及尖端科技等领域。已成为各种结构、信息及功能材料的主要来源。如制作半导体、光纤、电子陶光、敏感元件、磁性材料、超导材料等。同时无机、非金属材料能在很多场合替代金属材料或高分子材料,便材料的利用更加经济合理。不同材料的生产能能见表 6-1.

	夜 0-1 小門的科的生产能和						
材料种类	铜	铝	塑料	玻璃	陶瓷	水泥	
能耗/(10 ⁷ J/kg)	3~5	10~15	6	0.6~1	1.5~2.5	0, 4	

表 6-1 不同材料的生产能料

6.1 无机非金属材料的结构

无机非金属材料的结构从存在形式来说,是晶体结构、非晶体结构、孔结构以及它们 不同形式且错综复杂的组合或复合;从尺寸上来说、可分为微观结构、亚微观结构、显微 结构和宏观结构四个层次。以下简要说明无机非金属材料的各种结构。

6.1.1 化学结构

各种物质的基本组成单元是原子,各种原子通过不同的结合键而形成各种材料。结合 键分为物理键和化学键。依靠电子相互作用结合的称为化学键,主要包括离子键、共价键 和金属键。其次是结合力较弱的物理键,包括氢键、范德华键等。而尤机非金属材料中主 要以离子键(如 MgO、Al.O.)、共价键(如金刚石、 $Si.N_i$ 、BN)和其混合键组成。无机非金属材料的电负性差别较大、从 0.7(Cs)到最大的 4.0(F)。表 6-2 列出了几种无机非金属材料原子组合的化学键种类及其百分数。

原子组合	共价键比例/(%)		高于	- 健比例/(%)
K - ()	8			92
Mg - O	18			82
Zr - O	33			67
B-()	55			45
Si - O	60			40
Al - O	40	-	11.	60
C - O	78	1. 0	1	22

表 6-2 几种原子组成的化合键种类

构成无机非金属材料的元素占元素周期表上所有元素的 75%, 几乎覆盖所有元素周期 和族。因而无机非金属材料的基本组元呈现多样化, 离子的尺寸、配位数、极化性、电场 强度和结合能差别很大。

6.1.2 典型无机材料晶体结构

石墨和金刚石的组成元素都是 € 元素, 但二者的性能有天壤之别。一个是自然界最软



图 6-2 金刚石和石墨

的物质,一个是自然界最硬的物质,究其原因在 于二者微观的晶体结构不同。图 6-2 所示为金刚 石和石题。

典型的无机非金属材料的晶体结构由 AX 型晶体、AX。型晶体、 A_X 。型晶体、 A_B 0、型晶体及金刚石和石墨的晶体等组成。它们具有不同的结构特征,而能酸盐晶体也是其中的一种,由于其结构较为复杂单独进行讨论。

1. AX 型晶体结构

这种类型晶体是:元化合物中最简单的一种、氯化钠是最典型的代表。属于 NaCl 型结构的 氧化物有 MgO、BaO、MnO、CaO、FeO、TiO、

ZrO等,而碱金属卤化物如 CsCl、CsBr 等,碱金属硫化物 如闪锌矿(ZnS)和纤锌矿(六方 ZnS)等,都具有此种结构。图 6-3 所示为 NaCl 的原子结构。

NaCl属于立方晶系,在其结构中,Cl⁻按面心立方排列,即Cl⁻分布于晶胞的八个角顶和六个面心。Na⁻的配位数为6,Na⁻填充在八面体间隙中。

2. AX, 型晶体结构

此类晶体类型包括萤石(CaF.)、金红石(Ti(),)和碘化

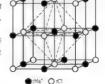


图 6-3 NaCI的原子排列

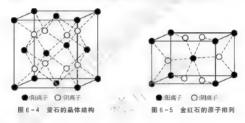
镉(CdL)等。

1) 带石

其属于立方晶系晶体、Ca'位于立方晶胞的各个顶角及面心、形成面心立方结构、F 填充在由Ca'堆积成的八个小立方体的中心。Ca'的配位数为8、形成立方配位多面体、而每个F 周围有四个Ca'、形成四面体结构。ThO;、CeO;、UO; 也属于这种结构。另外,碱金属氧化物如 Li,O、Na,O、K₂O 等属于反萤石结构、即其正负离子位置正好与上述情况相反。图 6-4 所示为萤石的晶体结构。

2) 金红石

金红石为 TiO_的一种常见的稳定结构、也是陶瓷材料中比较重要的一种结构。它具有简单正方点阵。其中钛离子位于变形八面体空隙中、构成 Ti-O. 八面体配位。钛离子配位数为 6、氧离子配位数为 3。在金红石的結体结构中、Ti-O. 配位八面体沿飞轴成链状排列,并与其上下的 Ti-O. 配位八面体各有一条按共用。链间由配位八面体共顶相连。如图 6-5 为金红石晶体结构。金红石是一种重要的电容材料、生产中用的 TiO. 原料称为钛白粉。SnO., PbO., MnO., VO. 等都具有金红石型 AB. 结构形式。



3) 碘化镉

其属于:方晶系层状结构晶体。Cdi 位于六方柱大晶胞的各个顶角和底心的位置上、I 位于Cd 形成的:角形重心上方或下方、每个Cdi 处在六个I 组成的八面体中央、三个I 在上、三个I 在 F。每个 I 与三个同一边的 Cdi 相连。在结构中按六方最紧密堆积排列,而 Cdi则相间成层的填充于半数的八面体空隙中,构成层状结构。Mg(OH),Ca(OH),且有碘化镉的结构形式。图 6。6 所示为碘化镉的晶体结构。

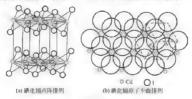


图 6-6 碘化铬的晶体结构





■:阳离子 〇 阴离子 X:空位

3. A, X, 型晶体结构

划玉(a Ala()a)是典型的 AaX。 型晶体、属于三方晶系 晶体。OF 近似作六方最紧密堆积排列、AF 填充在六个 O'-形成的八面体空隙中。α-Fe,O, 、Cr,O, 、Ti,O, 、V,O, 等也具有刚玉的结构形式。图 6-7 所示为刚玉的原子排列。

4. ARO. 型晶体结构

钙钛矿(CaTi(),) 是典型的 AB(), 型(A、B 代表金属正 图 6-7 刚玉的原子排列 离子)晶体结构。其具有假立方体形,在低温时转变为斜方 晶系晶体。其中 O2- 和较大的 Ca2+ 一起按面心立方最紧密

(c)

堆积排列,而较小Tr!的则占据八面体空隙的1/4。图6-8所示为钙钛矿的晶体结构。当 B 离子很小, 小到不能被以八面体形式所包围时, 如 C **, N 、 B ** 等, 这时就不能形成 此类品体结构, 而产生方解石(CaCO。)型品体, 其结构可看成变形的 NaCl 结构。

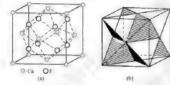


图 6-8 钙钛矿的晶体结构

5. AB.O. 型晶体结构

密堆积排列, Mg 进入四面体空隙, 而 Al 则占有八面体空隙。尖晶石晶胞中含有 8 个 MgAl() 分子,因此,()=堆积形成的骨架中有64个四面体空隙和32个八面体空隙。但 Mg* 只占四面体空隙的 1,8, 而 Al* 占有空隙的 1 2。图 6-9 所示为尖晶石的晶体结构。

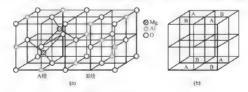


图 6-9 尖晶石的晶体结构

6. 石墨和金刚石的结构

金刚石和石墨是碳的同素异形体、由于结合键上的差异导致二者成为自然界存在的软

便各走級端的材料。金刚石晶体的结构为:一个碳原子位于正四面体的中心、另外四个碳原子位于正四面体顶角上、属于面心立方晶格。在晶胞内有四个碳原子,分别位于四个空间对角线的14处,每个碳原子周围还有四个碳原子。它们由共价键连接。

石墨属于六方晶系,六边形内碳原子问距为 2.16Å(1Å 10 · m),层间距为 6.70Å。同一层内原子以共价键结合,层间以范德华键结合,因此石墨较软。另外,碳原子四个外层电子在层内形成三个共价键、多余的一个电子可以在层内移动,与金属的自由电子相似,因此石墨具有较好的导电性。石墨和金刚石的晶体结构如图 6 10 所示。

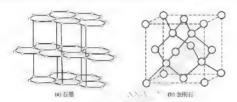


图 6-10 石墨和金刚石的晶体结构

7. 硅酸盐晶体结构

硅与氧基地壳里含量最多的两种元素,而硅在自然界存在的主要形式就是硅酸盐。硅酸盐化学组成较为复杂,其化学式有两种写法;一种是以构成硅酸盐的氧化物写出来、依顺序为一价、二价金属氧化物、最后加上SiO。如理长石的化学式为KO·ALO·6SiO;另一种是如无机络合物的写法、先列一价、二价金属离子,其次是Al 和 SiF,最后是 OF,按一定的比例写出化学式、如钾长石可以写成 K_ALSiO。或 KAISiO。

硅酸盐晶体的结构复杂, 具有以下特点:

- (1) Si * 间不存在直接的键、而其离子间通过来实现连接、如 ≡ Si-()—Si ≡ 键。
 (2) 每个 Si * 存在于四个以 O * 为顶点的 [SiO_i] 四面体的中心、[SiO_i] 是碓酸盐晶体结构的基础。
 - (3) [SiO,] 四面体的每一个顶点即()"最多只能为两个[SiO。] 四面体所共有。
- (4) 两个邻近的 [SiO_i] 四面体间只能以共顶而不能以共棱或共面形式连接。因共棱或共面公路低 [SiO_i] 聚合结构的稳定性。
 - (5) [SiO,] 四面体可以通过共用顶角 () 而形成不同聚合程度的络阴离子团。

硅酸盐[SiO₁] 四面体按聚合程度分为岛状、组群状、链状、层状和架状等互种形式,见表 6-3 所列,其结构形式如图 6-11 所示。

		AK 0 - 3	H	阿头里	
结构类别	[SiO,] 共用 顶角() 数目	[SiO ₄] 聚合 结构形状	络阴离子基团	S ₁ :() 数目比例	实例
岛状	0	单个四面体	[SiO _t] ^{t-}	1:4	镁橄榄石 Mg:[SiO,]

表 6-3 硅酸盐晶体的五种结构类型



					(596)
结构类别	[SiO,] 共用 顶角() 数目	[SiO。] 聚合 结构形状	络阴离子基闭	Si:O 数日比例	宴例
	1	双四面体	[Si ₂ O ₇]6-	2:7	硅钙石 Ca ₃ [Si ₂ O ₇]
		: 世环	[Si ₃ O ₂]6-		藍锥矿 BaTi[SI;O;]
组群状	2	四节环	[Si ₄ O ₁₂]*-	1:3	柱状荷叶石 Na ₂ FeTi[St ₄ O ₁₂]
		六节环	[Si ₆ O ₁₈] ¹²⁻		绿宝石 Be ₃ Al ₂ [Sl ₆ O _{.8}]
,	2	单链	[Si ₂ O ₆] ⁴⁻	1:3	透辉石 CaMg[SigOs]
链状	2, 3	双链	[Si ₄ O ₁₁] ⁶⁻	4 : 11	透闪石 Ca ₂ Mg;[Si,O ₁₁];(OH);
层状	3	平血层	[Si ₄ O ₁₀]*-	(4)(10	滑石 Mgs[Si,O ₁₀](OH);
tu dh		三度网络	[SiO ₂]	1 . 0	石英 Si()
架状	1	空间结构	[(Al _x Si ₄₋ ,() ₈)](-)	1:2	钠长石 Na[AlSi _s O ₈]

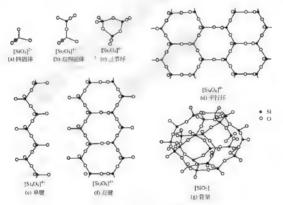


图 6-11 硅酸盐的结构形状

6.1.3 其他结构

1. 非晶态结构

除了前述的晶体结构外、自然界还存在非晶态结构或称无定形结构、其性能是各向同

性。无机材料的非晶态主要由无机玻璃、凝胶、非晶态半导体、无定形碳、金属玻璃等组成。图 6 12 所示为 SiO。晶态与非晶态的比较。

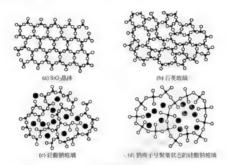


图 6-12 SiO 晶态与非晶态比较

2. 多相结构

大多數人造无机非金属晶体材料是多相固体,它们的显微结构可能差别很大。其实, 有些用熱处理获得的单晶材料也是多相体,这是因为这些材料中总存在着玻璃相,也总存 在着一定量的并且气孔和阻口气孔,即使是高密度材料也是这样。

如果显微结构组成部分不是有规律分布,而按一定的方位排列,则形成织构。织构总是导致各向异性。工程陶瓷的织构主要是在成形时形成的,而天然矿物材料的织构则由定向地质构造力引起的。

多晶和多相固体的显微结构及结构成分没有固定的尺寸, 在材料制备时主要受一些工艺参数如温度和时间)的影响,这种影响在材料的使用过程中还会出现。如耐火材料在使用过程中玻璃相增加, 尤其是密实度进一步增大,还会出现明显的颗粒生长(再结晶)现象。密实度的增大使密度增加(烧结氧化物几乎接近于实际密度),并大多伴随着气孔率的降低。但总几限率不一定下降,这是因为随着玻璃化的提高,孔被封闭,或是颗粒在生长时也全使颗粒间的孔长大。

3. 孔结构

除纯玻璃和纯玻璃陶瓷材料外,所有无机非金属材料或多或少都有孔或孔隙存在。 因此这些孔的形状、分布、尺寸及含量均对材料性能带来直接影响。为此人们通过孔特 征和孔结构理论来反映这些借孔无机非金属材料的结构。孔结构包括孔膜率、孔径分布 和孔的几何形貌。物体中孔的体积占总体积百分数称为气孔率或孔隙率、用来表示物体 的多孔性或致密程度。根据孔(或孔隙)在物体表面是否露头,将孔分为开口孔(包括贯 穿孔)和闭口孔、如图 6 13 所示、两者之和称为真气孔率或总孔隙率。贯穿孔对无机 非金属材料的透气性和渗透性影响很大,而非贯穿孔的开口孔对毛细现象和吸水有明显



作用.

根据无机非金属材料实际用途制作的各种物品的孔隙率变化极大。如需要力学性能的 致密陶瓷孔隙率小于1%,而转种保温材料的孔隙率大于90%。相同材料条件下,有孔的 与无孔的相比较性质差别巨大,即使孔隙率很低,仍对材料性能有显著影响。图 6—14 所 示为孔隙率对耐火材料性能的影响。

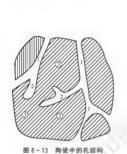


图 6-14 孔隙率对耐火材料性能的影响

6.2 无机非金属材料的性能

无机非金属材料·般由共价键和离子键结合而成,所以键的比例对性能具有决定性作用。由于二者具有相对高的能量、其混合键的键能也较大,·般为100~500kJ/mol(金属为60~250kJ/mol),从而给无机非金属材料带来熔点高、硬度高、脆性大、透明度高、导电性低的性质特点。

无机非金属材料结构中,受内外力作用和阳离子电场作用使阴离子产生极化、变形现象,这导致电子轨道变形,使共价键部分增加,进而使得离子间距缩短、配位数降低、晶体结构改变,从宏观上会对材料的弹性、强度、硬度、颜色等性质产生显著影响。以下简要介绍无机非金属材料使用时的主要性能。

1. 热学性能

现在冬天取暖常用到 PTC 暖风机、夏天用到 PTC 电热驱蚊器,其关键部件均为 PTC 半导体陶瓷。常用的暖风机类型有电阻丝加热、石英管红外加热、PTC 陶瓷热风机,其中 PTC 陶瓷热风机的优点是没有明火、不消耗氧气、不过热、节能。图 6 15 所示为 PTC 陶瓷应用示例。

与金属材料和高分子材料相比,耐高温是陶瓷材料的优异特性之一。材料的耐热性一

般用高温强度、抗氧化性、耐烧蚀性等判断。要成为耐热材料,必须首先熔点高。熔点是 原子间结合力的反映。



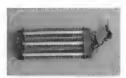


图 6-15 PTC 陶瓷应用示例

比热容是材料热学性能中最基本的物性之 · · · 旧称比热。比热容是指物质加热升高 (或降低) IK 时、单位质量所吸收(或释放)的热量。单位质量以克或干克计算时、对应的 单位为 J/(g·K)或 J (kg·K);单位质量为摩尔时、对应的比热容为"摩尔热容",单位 为 J/(mol·K)。

热膨胀是指温度改变 \triangle 了时,固体在一定方向上发生的相对长度的变化(相应为线膨胀系数)或相对体积的变化(相应为体膨胀系数)。无机非金属材料的膨胀系数对所观察晶轴方向上的各向异性有特别最著的依赖性。表 6-4 所列为一些无机非金属材料的膨胀系数。

A A shell NAN sort	热膨胀系数/(10 ⁻⁷ K ⁻¹)			
材料类型	垂直 c 轴 · ' 入	平行。轴		
SiO ₂ (石英) \ /	¥40 \>	90		
Al ₂ O _{3.} * TiO ₂ /	- -26	115		
3Al ₂ O ₈ • SiO ₂	45	57		
CaCO _s	-60	250		
BN	7	75		
С	10	270		

表 6-4、一些无机非金属材料的膨胀系数

有几种材料在一个或所有方向上随着温度升高而产生负膨胀,这归结于其各向异性程度特别大。玻璃材料因其完全的各向同性,在各个方向上的膨胀系数均相同,大小取决于玻璃组成、功能、键强度和网络结构。

多相材料的膨胀系数由所有显微结构组成的膨胀系数所决定。不同相(如晶体、玻璃、 孔)具有不同的膨胀系数。

热能的传递方式有对流、传导和辐射:种形式。在固体内只有传导和辐射两种形式,它们受原子级、显微结构、固体物理状态和温度等控制。特别是辐射传递,仅在十分特定的条件下发生。

对大多数晶体材料来说, 随温度 L 升, 其热导率下降。多晶体材料的显微结构对热传导有明显的影响, 甚至在孔的存在下有决定性的影响。玻璃无论是单相材料还是材料的一



个组成相。由于其仅仅是近程有序。故其执导率低。

2. 力学性能

20 世纪80 年代,美国福特公司率先用 SiN 和 SiC 陶瓷制造了 · 台全陶瓷燃气汽轮机, 其燃气人口温度可达 1230° , 转速为 5×10° r/mm, 运行了 25h。汽轮机所用陶瓷材料使 用的正是陶瓷材料的力学性能。图 6-16 为汽轮机示意图。

与金属材料相比. 无机非金属材料由于化学键多为离子键和共价键、键能高且键具有明显的方向性、所以晶体结构复杂。其弹性、硬度、塑性、强度、断裂和冲击性能等与金属材料差异较大。图 6 17 所示为不同材料典型的拉伸曲线。下面简单介绍一些无机非金属材料的力学性能。

材料的硬度是材料表面抵抗塑性变形的能力,它取决于其化学成分、晶体结构和显微组织等因素。离子半径越小,配位数越小,结合能越大,则抵抗外力摩擦、刻划和压入的能力就越强,即硬度越大。无机非金属材料里硬度最高的是陶瓷材料。

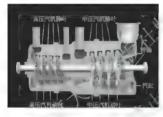


图 6-16 汽轮机示意图

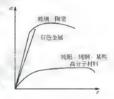


图 6-17 不同材料典型的拉伸曲线

在常温条件下, 无机非金属材料也符合胡克定律, 即拉伸时应力与应变成正比。 表 6-5 给出了一些无机非金属材料在室温下的弹性模量。

材料	弹性模量/GPa	材料	弹性模量 GP:
品态碳纳米管	1000	金刚石	1000
AlN	310~350	MgO	310
石墨纤维(轴向)	400~650	碳纤维(轴向)	200~450
多晶石墨	10	Al_2O_3	400
WC	400~650	SiC	450
TiC	379	Si ₂ N ₄	220~320
NaCl	15~68	玻璃	35~45
Mg() • SiO ₂	90	TiO ₂	29

来6-5 一些子切非全面材料的弹性排骨(安视下)

4	才料	介电常数 ε(10°Hz
TO	垂直で軸	89
T_1O_2	平行で轴	173
11.0	垂直c	8. 6
Al. O _v	平行 c 轴	10.5
N	/Ig()	9. 6
萸	来石	6.5
	英玻璃	4
铅石	主玻璃	1 19

表 6-6 几种无机非金属材料在 25℃ 时的介电常数

2) 磁学性能

磁性是任何一种材料都具有的属性。任何材料在磁场作用下都会表现出一定的磁性。例如,在磁场中放入一种材料,则材料所占空间的磁场就会发生变化。有些材料使磁场增强, 有些材料使磁场磁弱,材料对磁场影响表现出的磁性变化可分为抗磁性、顺磁性、铁磁性、 反铁磁性,其相应的材料即称为抗磁性材料、颠磁性材料、铁磁性材料、反铁磁性材料等。

无机非金属材料具有强磁性、高电阻和低松弛损失等特性。将其用于电子技术中的高 频器件比用磁性金属优越。因此。磁性无机非金属材料常用作无线电、电视和电子装置线 路的元件,此外在计算机中用作记忆元件材料和在微波器中用作水久磁石。随着近代电子 技术的迅速发展,无机非金属磁性材料的用途将越来越广泛。

3) 光学性能

20世纪60年代,美国通用公司的研究者发现,只要制备工艺适当、Al₂O,陶瓷可以制成透明体,冲破了"陶瓷不透明"的禁锢。此后,许多陶瓷都实现了透明化,并在防弹装甲、导弹光学制导窗口、热导制导导弹雷达天线罩、激光器增益介质等方面获得了应用。图6-18为雷达天线罩的示意图。



图 6-18 雷达天线罩

物质的光学性能源于其与光线的相互作用,这种作用可以在整个物体或表面上发生、与光的波长有紧密的联系。无机非金属材料光学性能具有多样性和复杂性,主要包括对光的折射、反射、吸收、散射和透射,以及受激辐射光放大的特性等多方面。因此,其在光学领域的应用十分广泛,比较重要的应用包括反射镜、光导纤维、透镜、棱镜、滤光器,激光器和非线性光学器件等。而在维

筑瓷砖、卫生陶瓷、餐具、艺术陶瓷等应用方面,主要要求颜色、光泽和半透明等性能。 可见光学性能对于多数无机非金属材料都非常重要。

4) 化学性能

材料在使用过程中一定会发生不同程度的气相和液相与固相、固相与固相之间的反

应,随着反应的进行材料表面将会被腐蚀,并且有可能延伸至材料的内部。材料抵抗侵蚀的能力,称为耐蚀性或化学稳定性,用于衡量其化学性能。

对于常温下使用的材料,其化学温度是其抵抗周围水、酸、碱等各种化学作用的能力。无机非金属材料多由氧化物组成,随着其键合力的增加而酸性越强、碱性越弱。以下是各种氧化物的碱性排序,

P₂O_s SiO₂ TiO₂ Al₂O₃ Fe₂O₄ BeO MgO ZnO FeO MnO CaO BaO Li₂O Na₂O K₂O 因此材料中含酸性氧化物越多,则其耐酸性越强,反之,耐碱性越强。

6.3 无机非金属材料简介

航天器穿越大气层、尤其从太空返回时、由于速度快、与空气进行强烈的摩擦而产生大量的熱量。对航天器来说、周围空气温度最高可以达到8000~10000℃,这对就要求用于航天器表面的材料必须具有耐高温性能,因此无机非金属材料就成为最佳选择。图 6-19 为 8 行器返回大气层的示意图。

广义的陶瓷材料包括一切无机非金属材料,其种类繁多,涉及面广。从化学组成上来说,陶瓷材料由金属元素和非金属元素的化合物经过一定工艺过程而制得。传统的陶器、瓷器、玻璃、水泥和耐处材料,其主要成分为硅酸盐类物质,所以又称硅酸盐构料。随着材料科学的发展、陶瓷材料中出现了新型购瓷。如功能陶瓷、半导体材料、新型玻璃、非晶态材料及人工晶体等,组分也由原来单一的硅酸盐物质变成了氧酸盐、氧化物、氮化物、碳化物、碳化物、碳化物、碳化物、碳化物、碳化物、碳化物、



图 6-19 飞行器返回大气层

6.3.1 陶瓷概述

1. 分类

- 1) 按化学成分分类



(MgAl·O₂)等。陶瓷中的 Al·O₂和 SiO₂相当于金属材料中的钢铁和铝合金一样受到广泛应用。

- (2) 碳化物陶瓷: 一般具有比氧化物更高的熔点。最常用的是 SiC、WC、B₁C、T₁C 等。碳化物陶瓷在制备过程中需要气氛保护。
- (3) 氮化物陶瓷: 应用最广泛的是 Si, N, · 其具有优良的综合力学性能和耐高温性能。 另外, TiN、BN、AIN 等氮化物陶瓷的应用也日趋广泛。
- (4) 硼化物陶瓷:应用并不广泛、主要是作为添加剂或第二相加入其他陶瓷基体中,以达到改善性能的目的。
 - 2) 按性能和用途分类
- (1)结构陶瓷,作为结构材料用于制造结构零件,主要使用其力学性能,如强度、 韧性、硬度、弹性模量、耐磨性、耐高温性能等。上面讲到的四种陶瓷大多数为结构 陶瓷。
- (2) 功能陶瓷,作为功能材料用于制造功能器件,上要使用其物理性能,如电性能、 热性能、光性能,生物性能等。例如铁电陶瓷主要是使用其电磁性能来制造电磁元件,介 电陶瓷用来制造电容器;压电陶瓷用来制作位移或压力传感器。固体电解质陶瓷利用离子 传导特性可以制造氧探测器;生物陶瓷用来制造人工骨骼和人工牙齿等。高温超导材料和 玻璃光导纤维也属于功能陶瓷的乾酶。

上述分类方法是相对的,而不是绝对的。结构陶瓷和功能陶瓷有时并无严格界限,对 于某些陶瓷材料,二者兼而有之。如压电陶瓷、虽然可将它划分为功能陶瓷之列,但对其 力学性能如抗压强度、韧性、硬度、弹性模量亦有一定的要求。

2. 性能

陶瓷材料具有以下性能特点:

- (1) 弹性模量大(削性好),是各种材料中最大的。陶瓷材料在斯裂前无塑性变形,属于脓性材料,抗冲击韧性很低。陶瓷材料如果内部缺陷如气孔、裂纹等减少,陶瓷材料的韧性和强度将大大提高。
- (2) 抗压强度比抗拉强度大。陶瓷的抗拉强度与抗压强度之比为 1:10(转铁为 1:3)。 此外、陶瓷硬度高,一般为 1000~5000HV(金刚石为 6000~10000HV, 淬火钢为 500~ 800HV, 塑料为 20HV)。
- (3) 熔点高、高温强度高、线膨胀系数很小、是很有前途的高温材料。用陶瓷材料制造的发动机体积小、热效率大大提高。其在高温下不氧化、抗熔融金属的侵蚀性好、可用来制作坩埚、对酸、碱、盐等都具有良好的耐蚀性。但与金属比、其抗热冲击性差、不耐温度急剧变化。
- (4) 导电能力在很大范围内变化。大部分陶瓷材料可作为绝缘材料, 有的可作为半导体材料, 还可以作为压电材料、热电材料和磁性材料等。某些陶瓷具有光学特性, 可用于激光、光色调节、光学纤维等领域。有的陶瓷材料在人体内无特殊反应, 可作为生物医学材料使用。

6.3.2 普通陶瓷

普通陶瓷是用黏土(Al₂O₃ · 2SiO₂ · H₂O)、长石(K₂O · Al₂O₃ · 6SiO₂; Na₂O ·

Al.O.・6SiO)、石英(SiO.)为原料经过烧制而成。这类陶瓷质地坚硬、不会氧化生锈、不导电、能耐 1200℃ 高温、加工成形性好、成本低廉。其缺点是强度较低、高温下玻璃相易软化。

这类材料除了作为日用陶瓷外、还可用于制作工作温度低于200℃的耐蚀器皿和容器、 管道、绝缘子等。普通陶瓷的种类、性能及用涂见表6-7。

种类	原料	性能	用途
日用陶瓷	黏土、石英、长石、 滑石等	具有一定的热稳定性、致密 性、机械强度和硬度	生活器皿
建筑陶瓷	黏土、长石、石英等	具有较好的吸水性、耐磨性、 耐酸碱腐蚀性	, 铺设地面、输水管道、 卫生间
电瓷	一般用黏土、长石、 石英等配置	介电强度高,抗拉强度和抗 弯强度较高,耐温度急变性能 好,有防污染性	隔电的机械承件、瓷质 绝缘器件
化工陶瓷	新士、焦宝石(熟料) 滑石、长石等	耐酸碱腐蚀性好,不污染 介质	石油化「、冶炼、造 纸、化纤、制药「业
多孔陶瓷	原料品种多。如以石 英砂、河砂为骨料等	做过滤材料。流体从气孔通 过时达到净化过滤及均匀化的 效果	耐强酸、耐高温的多孔 陶瓷器件

表 6-7 普通陶瓷的种类、性能及用途

6.3.3 水泥

砼这个字对大多数人是一个陌生字。读音为"tong"。注解为"人工石"即通常所称的"混凝土"。是人类自己制造的石头。构成砼最根本的材料就是水泥。图 6-20 所示为混凝土制品。



图 6-20 混凝土制品

凡是能將散材材料或纤维材料胶结在 ·起, 经物理、化学作用, 由浆体硬化而成固体的人造石材的材料, 除为胶凝材料, 胶凝材料分为有机和无机两类。无机胶凝材料按硬化条件又分为水硬性胶凝材料和气硬性胶凝材料。无机胶凝材料未硬化的 ·般为粉未状固体, 用水或水溶液拌制成浆体。浆体只能在空气中凝结、硬化片增长强度的称为气硬性胶凝材料。浆体不仅能在空气中凝结、硬化而且能在水中硬化增长强度的称为水硬性胶凝材料。

水泥属于胶凝材料中应用最为广泛的一种无机胶凝材料。

它是一种粉末状水硬性无机胺凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。加水可塑性成形,在空气和水里均可以水化硬化,并将砂石与金属材料牢固胺结在一起的水硬性腔凝材料。

1. 组成与分类

水泥的主要化学组成为 Ca、Al、Si、Fe 的氧化物,其中大部分为 CaO、约占 60%以上,其次是 SiO,约占 2%,剩余的为 Al_2O ,和 Fe_2O 、等,水泥中的 CaO 来自石灰石、SiO,和 Al_2O 、来自黏土, Fe_2O ,来自黏土和氧化铁粉。

水泥的种类很多,按照国标,将水泥按用途和性能分为通用水泥、专用水泥和特性水泥:类。通用水泥主要用于大量的上建工程中、主要有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥及矿渣、火山灰质、粉煤灰质、复合硅酸盐水泥等六个品种。专用水泥则指有专门用途的水泥,主要用下油井、大坝、砌筑等。特性水泥是某种性能特别突出的水泥,主要有快硬ų、低热型、抗硫酸盐厚、膨胀型、自应力型等类型。按水硬性矿物组成、水泥分为硅酸盐的、银酸盐的、硫酸盐的、少(无)激料的等。

硅酸盐水泥的质量决定于其熟料的质量。优质熟料应该具有合适的矿物组成和岩相结构。在硅酸盐水泥中有四种矿物。硅酸三钙(3CaO·SiO., 简写为 C.S)、硅酸三钙(2CaO·SiO)、简写为 C.S)、铅酸三钙(3CaO·Al₂O_{*}, 简写为 C.A)、及铁铝酸四钙(4CaO·Al₂O_{*})、作写为 C.A)、该归种组分在水泥水化硬化过程中起到很大的作用。

水泥是建筑下业:大基本材料之一。其生产需要较多的能源,但所制成的混凝土则为 低能耗绌材。在相同载荷下,混凝上柱能耗仅为钢柱的1/7及砖柱的14。

2. 水泥的水化硬化

水泥的水化硬化是个非常复杂的物理化学过程,简单概括起来具有以下几个反应;

 $3CaO \cdot SiO_0 + nH_2O \longrightarrow 2CaO \cdot SiO_2(n-1)H_2O + Ca(OH)_2$

 $2C_8O \cdot SiO_2 + mH_2O \longrightarrow 2C_8O \cdot SiO_2 \cdot mH_2O$

3CaO • Al₂O₃ + 6H₂O → 3CaO • Al₂O₃ • 6H₂O

 $4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_3O_4 + 7H_2O \longrightarrow 3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 6H_2O + CaO \cdot Fe_3O_4 \cdot H_2O$

从中可以看出, 其水化产物 主要有氢氧化钙、含水硅酸钙、含水铝酸钙、含水铁铝酸钙等。它们的水化速度直接决定了水泥硬化的一些特点。

水泥凝结硬化分为三个阶段,溶解期、胶化期和硬化期(结晶期)。

- (1) 溶解期。水泥遇水后, 在颗粒表面进行上述化学反应, 生成氢氧化钙、含水硅酸钙、含水铝酸钙。前两个化合物在水中容易溶解, 随着它们的溶解, 水泥颗粒新表面产生了, 再与水发生反应, 使周围水溶液很快成为它们的饱和溶液。
- (2) 胶化期,紧接溶解期的过程,水分继续深入颗粒内部,使内部产生的新生物不能 再被溶解,只能够以分散状态胶体析出,并包围存颗粒表面形成,层凝胶薄膜,使水泥浆 具有良好的塑性。随着反应继续进行,新生物不断增加,凝胶体逐渐变稠,使水泥浆失去 塑性,而表现为水泥的凝结。
- (3)硬化期。随着胶化期的完成、凝胶体内水泥颗粒未水化部分将继续吸收水分进行反应、因此、胶体逐渐脱水而紧密、同时氦氧化钙及含水铝酸钙也由胶体转变为稳定的结

晶相,析出结晶体嵌入凝胶体,两者互相交错,使水泥产生强度。

水泥硬化后,生成游离的氢氧化钙微溶于水,但之后其会与空气中的CO,生成一层CaCO,硬壳,可防止氢氧化钙溶解。

6.3.4 玻璃

玻璃是 · 种无机非晶态材料、是由熔体过冷而制得的非晶无机物。它透明、坚硬、有 良好的耐蚀、耐热和电学、光学特性、原料丰富、价格低廉,可制成各种形状、大小的制 品,应用极广。

近代玻璃包括传统玻璃和用非熔融法(如气相沉积、真空蒸发和溅射等)获得的新载玻璃。玻璃的广义定义是具有经典玻璃的特性的物质。非晶半导体材料是近年发展起来的新型半导体材料, 主要有非晶硅和硫系非晶玻璃, 应用在存储器、传感器、静电复印及太阳能电池等方面。

可单一形成玻璃的氧化物如 SiO.、B.O.、等。有条件形成玻璃的氧化物如 TeO.、SeO.、Al.O.、V.O. 等。它们本身不能形成玻璃、但能与某些氧化物如 SiO. 一起形成玻璃

1. 常见的玻璃

1) 硅酸盐碳醇

二氧化硅是硅酸盐玻璃中的主体氧化物。仅由二氧化硅组成的石英玻璃是硅酸盐玻璃 中结构最简单的品种,也是其他硅酸盐玻璃的基础。该体系是应用最广泛的玻璃,可做窗玻璃、容器和电子管等。

2) 硼酸盐玻璃

硼酸盐玻璃的结构和硅酸盐的不同、体系中 B.O. 是主要玻璃形成剂。硼玻璃为层状结构,其件能不如 SrO. 玻璃、软化温度低、化学稳定性也差。故纯 B.O. 玻璃实用价值 小。但在 B.O. 中加入一定量碱金属氧化物如 Na O. 可改善玻璃的物理性能。重要品种有 Pyrex 玻璃、其化学稳定性优良、热膨胀系数低(35 > 10 ~ ℃)、而且硬度高,耐磨性好。液相温度在高硅玻璃中是最低的。其被广泛用于制备各种耐热玻璃仪器,而且还用于制造 成套化 L设备和管道以及日常生活用品。由于电绝缘性好、介电损耗小,还广泛用于电真 空技术。

2. 性能

玻璃属 F脆性材料, 抗弯、抗拉强度不高, 但它的硬度高、抗压强度好。具有较好的 化学稳定性。

1) 玻璃的强度

玻璃的理论强度可用下式近似计算:

$\sigma_{th} = XE$

式中、E 为弹性模量,X 为与物质结构和键型有关的常数、一般取为 $0.1\sim0.2$ 。按上式计算、一般玻璃的理论强度大致为 100MPa。而实际强度则不到理论值的 1%。玻璃的理论强度 与实际强度间存 存显 著名别的 主要原因,在 于表面微裂纹、 内部不均匀性或缺陷的存 在以及微观结构上的各种因素。据测定,在 1mm 玻璃表面上 2m 为 2m 个 2m 大调度, 2m 大调度。 2m 大调度, 2m 大加度, 2m



2) 玻璃的脆性

玻璃的脆性可以用抗冲击能力来表示。玻璃分子松弛运动的速度低是脆性的重要原因。当受到突然施加的负荷(冲击力)时、玻璃内部质点来不及作出适应性流动就相互分裂而破坏。

玻璃的化学成分对其脆性影响很大。例如、玻璃中加入碱金属和 :价金属氧化物时、 其脆性随加入离子半径的增大而增加;而引入阳离子半径小的氧化物(如 Li₁()、Be()、Me()等),则有利于制备硬度大而脆性小的玻璃。

热处理对玻璃的抗冲击强度影响很大、通过退火消除玻璃中的应力、可使抗冲击强度 提高 $40\% \sim 50\%$ 。

3) 玻璃的弹件模量

玻璃的弹性模量与玻璃组分的化学键强度有关。键力越强模量越大。所以在玻璃中引入较大离子半径、低电荷的 Na 、K 、Sr 、Ba 等金属离子。不利于提高弹性模量;而引入离子半径小、极化能力强的离子如 La 、Be 、Mg 、Al 、Ti 等,有利于提高玻璃的弹性模量。

玻璃的弹性模量 E · 般为 14~88GPa。大多数硅酸盐玻璃的 E 值随温度上升而下降。因温度高使得离子间距离增大,相互作用力降低。硼硅酸盐玻璃的 E 值均随温度升高而增大。

4) 玻璃的化学稳定性

玻璃有较高的化学稳定性。因而用来制造盛装食品、药液和各种化学制品的容器及化学用管道和仪器。

玻璃对不同介质有不同的抗侵蚀能力。普通的建筑门窗玻璃在大气和雨水的长期侵蚀 下,表面会失去光泽,并且表面出现脂状薄膜、斑点以至液滴等受侵蚀的痕迹。水对硅酸 盐玻璃的侵蚀,开始于水中 H 和玻璃中 Na 进行交换, 其反应为

如果玻璃仅含 Na () 和 Si()。两种组分,则在水中将继续溶解下去,直到 Na 几乎全部被沥滤为止。但若含有 Zr()。、Li_() 等三组分和多组分系统,则能阻挡 Na 的扩散,使玻璃的耐水侵蚀性能提高。

除氢氯酸外,一般的酸并不直接与玻璃起反应,而是通过水的作用侵蚀玻璃。浓酸对玻璃的侵蚀能力低于稀酸,就是因为浓酸中水含量低。

6.3.5 耐火材料

材料在高温作用下不熔化的性质称为耐火度,耐火材料是指耐火度不低于1580℃的材料。

- 1. 耐火材料的性能要求
- (1) 耐火材料的耐火度 · 定要高于炉子的「作温度。现代「业炉的「作温度 · 般为 $1000\sim1800\%$.
- (2) 有较高的荷重软化开始温度。虽然耐火材料的熔点可达 1650~1700℃,但在比此 低得多的温度下使用会因软化而变形。荷重软化开始温度是指材料在 0.2MPa 应力下加热 到高温开始变形(约达 0.6%)的温度。
 - (3) 高温时体积稳定性要好。

- (4) 有一定的抗热振性。
- (5) 有着抵抗酸性渣或碱性渣侵蚀的能力。
- 2. 常用耐火材料

常用的耐火材料有耐火上砖、高铝砖、轻质砖等。耐火黏土砖是耐火材料中产量最大、使用最广泛的 种材料,所用原料是耐火黏土和高岭土。黏土砖的主要成分是30%~48%AIO,和50%~60%SiO。高铝砖砖是AI-O,各屋长产48%的硅酸铝质耐火材料,其性能高于黏土砖,主要缺点是高温下收缩较大,且价格较贵,可用于炼铜炉、电阻炉等。轻质砖的化学成分与重质砖相同,只是含有更多的气孔,因而不仅耐火,而且绝效,

除了各类耐火砖外,耐火材料还包括各种耐火纤维及耐火混凝土。耐火纤维中使用最多的是硅酸铝耐火纤维,其制品包括各种纤维毡、纤维纸、纤维绳等,主要用作加热炉、热处理炉等的内衬,以及用于炉窑、管道隔热和密封。

6.3.6 新型陶瓷

新型陶瓷与传统陶瓷相比有以下不同:

- (1) 其组成、纯度、粒度得到了精选,组成已超出了传统陶瓷硅酸盐成分范制,是一 些纯的氧化物、氰化物、氰化物等盐类或单质性质;
 - (2) 应用领域已经从结构材料扩展到电、光、热、磁等功能材料方面;
 - (3) 成形工艺方面应用了等压成形、热压成形等;
 - (4) 制品的形态多样,有晶须、薄膜、纤维等。
 - 1. 结构陶瓷
 - 1) 氧化物陶瓷

氧化物陶瓷最多的是 Al, O。、ZrO。、MgO、CaO、BeO 等。

氧化铝陶瓷又称高铝陶瓷、主要成分是 ALO, 和 SiO;。 其可以是单一氧化物, 也可以是复合氧化物, 目前应用广泛的是氧化铝陶瓷, 这类陶瓷以 Al,O, 为主要成分, 并按 Al,O, 的含量不同可分为刚玉瓷、刚玉-英来石瓷和莫来石瓷。 其中刚玉瓷中 Al,O, 的含量高达 99%。氧化铝陶瓷的熔点在 2000℃以上, 耐高温, 能在 1600℃ 左右长期使用, 具有很高的硬度, 仅次于碳化硅、立方氮化硼、金刚石等, 并有较高的高温强度和耐磨性。此外, 它还具有良好的绝缘性和化学稳定性, 能耐各种酸碱的腐蚀。但氧化铝陶瓷的缺点、是热稳定性低。氧化铝陶瓷广泛用于制造高速切削工具、量规、拉丝模、高温炉零件、火箭等宽置、内燃机火花塞等,还可用作真空材料、绝热材料和坩埚材料, 其特点和用途总结如下。

- (1)性能特点。其强度高于黏土类陶瓷、硬度很高、有很好的耐磨性;耐高温、可在 1600℃高温下长期使用;耐蚀性很强;有良好的电绝缘性能、在高頻下的电绝缘性能尤为 突出、每毫米厚度可耐电压 800V以上;韧性低、抗热振性差、不能承受温度的急剧变化。
- (2) 主要用途。由于氧化铝陶瓷硬度高(750°、时 HRA87、1200°、时仍为 HRA80)、 耐磨性好、因而很早就用于制作刀具、模具、轴承。用于制造在腐蚀条件下 L作的轴承、 其优点尤为突出。用其耐高温的特性,可制作熔化金属的坩埚、高温热电偶套管等;氧化 铝的耐蚀性很强。可制作化工零件、如化工用泵的密封潜环、机轴套、时轮等。
 - Zr()。陶瓷有三种晶体结构: 立方结构(c相)、四方结构(t相)和单斜结构(m相)。在

ZrO. 中加入适量的 MgO、Y₂O₁、CaO、CaO、等氧化物后,可以显著提高氧化锆陶瓷的 强度和韧性,所形成的陶瓷称为氧化锆增韧陶瓷,如含 MgO 的 Mg PSZ、含 Y₂O₂O 的 Y TZP 和 TZP ALO 复合陶瓷,PSZ 为部分稳定氧化锆, TZP 为四方多晶氧化锆, 氧 化锆增韧陶瓷导热系数小,热膨胀系数大,强度及韧性好,是制造绝热内燃机的最合适的 候选材料。氧化锆增韧陶瓷可用作汽缸内衬,活塞和活塞环、气门导管、进气和排气阀、输承等。陶瓷绝热内燃机的热效率已达 48%(普通内燃机为 30%),而且省去了散热器、水泵。冷却管等 360 个零件,质量验少了 190kg。

MgO、CaO 陶瓷能抗各种金属碱性渣的腐蚀、但热稳定性差, 前者易在高温下挥发, 后者易在空气中水化、它们可用于制造坩埚。MgO 可用作炉衬和高温装置。

Be()陶瓷导热性好、消散高能射线能力强、具有很高的稳定性、但强度不高。可用于 制造熔化某些独金属的坩埚、也可做真空陶瓷和反应堆陶瓷。

2) 氮化物陶瓷

其中最常用的是氮化硅和氮化硼陶瓷。

氮化硅陶瓷是以 St, N 为主要成分的陶瓷。根据制作方法可分为热压烧结陶瓷和反应烧结陶瓷。氮化硅陶瓷材料用作刀具时,与硬质合金相比,其热硬性高、化学稳定性好,适用于高速切削。它和氧化铝、氧化铝一碳化钛陶瓷材料用计硬度并不高。但它的抗弯速度高、导热性好、抗热振。因而适用性比氧化铝陶瓷材料厂得多。氮化硅陶瓷材料可用反应烧结、热压法、常压烧结法制造。热压烧结氮化硅陶瓷的强度、韧性都高于反应烧结氮化硅陶瓷的是度、韧性都高于反应烧结氮化硅陶瓷,主要用于制造形状复杂、精度要求高的零件,知切削刀具、高温轴承等。反应烧结氮化硅陶瓷用于制造形状复杂、精度要求高的零件,用于要求耐磨、耐蚀、耐热、绝缘等场合、如泵密封环、热电偶保护套、高温轴套、电热塞、增压器转子、缸套、活塞顶、电磁泵管道和阀门等。作为高温、高强陶瓷材料、实践证明用于柴油机汽车可劳油 30%~40%,经济效益相当可观。

氮化硼陶瓷以 BN 为主要成分,分为低压型和高压型两类。低压型为六方晶系,结构与石墨相似,又称白石墨,其硬度较低,具有自润滑性,还有良好的高温绝缘性、耐热性、导热性及化学稳定性,可做耐热润滑剂、高温轴承、高温容器、坩埚、热电偶套管、散热绝缘材料等。高压型为立方晶系,硬度接近金闸石,在1925℃以下不会氧化,常用于膨料、金属切削刀具及高温模具。

3) 碳化物陶瓷

碳化物陶瓷包括碳化硅、碳化硼、碳化钛、碳化钨、碳化钼、碳化钒、碳化锆等。该 类陶瓷具有较高的熔点、硬度和耐磨性、缺点是耐高温氧化性较差,脆性大。

碳化硅陶瓷主要以 SiC 为成分, 其最大特点是高温强度高, 在 1100℃ 时抗弯强度仍保持在 500~600MPa 的较高水平。碳化硅 有很好的耐磨损、耐腐蚀、抗蠕变性能、热传导能力很强, 在陶瓷中仅次上氧化铍陶瓷,可用于制作火箭尾喷管的喷嘴、浇注金属用的喉嘴、热电偶套管、炉管,以及燃气轮机的叶片、轴承等零件。因其良好的耐磨性,还可用于制盘各种泵的密封圈。

碳化硼陶瓷硬度极高, 抗磨粒磨损能力很强, 熔点高达 2450°, 但在高温下会快速氧化, 且会与热或熔融的黑色金属发生反应, 因此其使用温度限定在 980°以下。其主要用于磨料, 有时用作超硬质工具材料。

4) 硼化物陶瓷

其中最常见的是硼化铬、硼化铝、硼化铁、硼化钨、硼化钨等,特点是具有高硬度,同时具有很好的耐化学侵蚀能力。熔点范围为1800~3000℃。比起碳化物陶瓷,其具有较高的抗高温氧化性能,可达100℃,故主要用于高温轴承、内燃机喷嘴、各种高温器件、处理熔融铜、铝、铁的器件。此外、二硼化物如 ZrB·、TiB·还有良好的导电性能、电阻率核析铁或铅、可用作电极材料。

5) 金属陶瓷

金属陶瓷是把金属的热稳定性和韧性与陶瓷的硬度、耐火度、耐蚀性综合起来而形成的具有高强度、高韧性、高耐蚀和较高的高温强度的新型材料。

(1) 碳化物基金属陶瓷(硬质合金)。碳化物基金属陶瓷用一种或几种难熔的碳化物粉末与作为黏合剂的金属粉末混合、通常又称硬质合金、常温加压成形、并在1400℃左右高温下烧结成各种不同的刀头。图 6-21 所示为硬质合金组织。其应用较为广泛、常用作「具材料、另外也作为耐热材料使用、是一种较好的高温结构材料。

硬质合金的特点是: 硬度很高, 达 HRA86~ HRA98(相当于 HRC69~HRC81)、热硬性好(可达 900~1000℃)、耐磨性优良。用硬质合金制作的刀具、 切削速度为高速钢的 4~7 倍,刀具寿命可提高 5~80 信。另外,硬质合金抗压强度高,可达 6000N/mm²,弹 性模量为高速钢的 2~3 倍。

然而, 硬质合金脆性大, 抗弯强度只有高速制 的 1/3~1/2, 把它制成形状复杂的刀具较困难, 所 以一般只制成各种不同形状的刀头, 镶焊在刀体上 使用。

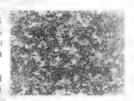


图 6-21 硬质合金组织

便质合金主要用于制造高速切削刃具及切削硬(HRC50 左右)、韧(如不锈钢)、导热性差(如塑料)等材料的刀具。此外,也可用于制作某些冷作模具、不受冲击和振动的高耐磨零件,如磨床顶尖等。

高温结构材料中最常用的是碳化钛基金属陶瓷。其黏结金属主要是 TiC. 含量高达 60%,以满足高温构作的韧性和热稳定性的需要, 其特点是高温性能好, 如在 900℃时, 仍可保持较高的抗拉强度。碳化钛基金属陶瓷主要用作涡轮喷气发动机燃烧室、叶片、涡轮盘以及航空航天装置中的某些耐热件。

(2) 氧化物基金属陶瓷。这是目前应用最多的金属陶瓷。在这类金属陶瓷中,通常以铬作为黏合剂,其含量不超过10%,由于铬能和 AIO,形成固溶体,故可将其粉粒中固地黏接起来。此外,铬的高温性能较好,抗氧化性和耐腐蚀性较高,所以和纯 AIO 陶瓷相比,改善了韧性、热稳定性和抗氧化性。

AI()。基金属陶瓷的特点是热硬性高(达1200°)、高温强度高、抗氧化性良好、与被加工金属材料的黏着倾向小,可提高加工精度和降低表面粗糙度。但其脆性仍较大,且热稳定性较低,主要用作工具材料,如刃具、模具、喷嘴、密封环等。

2、功能陶瓷

功能陶瓷是指具有 定声、光、电、磁、热等物理、化学性能特征的陶瓷。功能陶瓷



的应用广、品种多、下面作简单的介绍。

1) 半导体陶瓷

其为导电性能介于导体和绝缘体之间的 · 类陶瓷、种类繁多。 省温度、湿度、电场、 光等其中 · 个条件发生变化时,导电性会产生变化,相应的称为热敏、湿敏、磁敏、光敏 等半导体类陶瓷。主要用于自动控制的传感器、某些也可利用电阻特性作为高温发热元件 或导电元件。

其中 PTC 陶瓷成分为 BaTiO. 为正电阻温度系数材料,其电阻随温度显示出特殊变化规律:室温下为N型半导体,随温度升高,电阻率下降,显示一般负电阻温度系数特性;温度升高到居里温度后,材料本身的电阻突然猛增几万或几十万倍,使材料处于高阻状态,显示一般正电阻温度系数特性。PTC 材料已广泛用于过载保护、时间延滞、电动机启动、彩电消磁等方面。

2) 压电陶瓷

在石英、钛酸钡、锆钛酸铅(PZT)及锆钛酸铅镧(PLZT)等物质的两界面上加一定的电压。将产生一定的机械变形。如电压为交空电压。这些物质则相应产生交变振动。且这种过程具有可逆性。这种现象称为压电效应。利用正、逆压电效应可实现机械能和电能的相互转换,如常见的燃气及气体打火机点火器。音乐卡及手机中的电声喇叭、医疗及下业用的超声检测仪探头及其他换能器等电器元件都有压电陶瓷的应用。

3) 磁性陶瓷

在磁场中能被强烈磁化的陶瓷称为磁性陶瓷、其中铁酸盐的磁性陶瓷称为铁氧体。软磁材料是那些易于反复磁化的材料。其磁导率高。但磁矫顽抗力小、电动机、变压器的硅铜片都是典型的软磁材料。软磁铁氧体包括 Mn - Zn、Fe - Si、Fe - Ni、Ni - Zn 系铁氧体、主要用于感应铁心、电视机显像管偏转线圈及行输出变压器。

硬磁材料与软磁材料正好相反,在磁场中难以被磁化、并在撤去磁场后仍保持高的剩余磁化强度。主要包括侧和锶的铁氧体和稀土磁体、其中稀土钕-铁-硼磁体为目前有最强磁性的水磁材料,用于制造器件可大大降低重量和尺寸,这对于航空航天工业具有重要的意义。其已广泛用于扬声器、水磁发电机和电动机,及各种磁性仪器仪表。

4) 牛物陶瓷

生物陶瓷在人体内化学稳定性好,组织相容性好,无各种排异现象,其抗压强度高,易于高温消毒,是牙齿、骨骼、关节等硬组织良好的置换修复材料,但脆性大、成形加工较难是其主要缺点。

6.4 无机非金属材料的制备方法

无机非金属材料的生产流程均由若 F个单元 Γ 艺组成。包括:配料 B(粉体机械制备 G、粉体的化学制备 D、原料的称重 W 和粉体的均匀化 H)、熔化 M、烧成 S、成形 F、制品后处理 P,另外还包括原料 R 和组成 C 等。下面是各种 无机 F 金属材料的 F 有定。流程:

传统陶瓷: C R B(G、W、H) F S-P; 先进陶瓷: C R B(D、W、H) F S-P: 水泥: C R B(G, W, H) S—G—H; 玻璃: C—R B(G, W, H) M F—P。

6.4.1 传统陶瓷制备

陶瓷材料的本质特性是脆性,在受力的时候只有很小的形变或没有形变发生。这种本性限定了陶瓷材料不能采用金属材料所经常使用的各种「艺过程来进行制备、陶瓷构件的制造与材料制备过程基本上是同时完成的。已经发展出两种基本的陶瓷成形 L Z: ①用细颗粒腐瓷原料,加上粘结剂成形,然后高温烧结成所需的制品,②基本 Γ 艺方法是将原料熔脆成液体, 然后在沙却和固化时成形,如制备玻璃制品。

陶瓷的整个 Γ 艺过程相当复杂, 但可归纳为 □ 大步骤; 原料配置→坯料成形→窑炉烧成。传统陶瓷生产工艺流程如图 6-22 所示。



1. 原料

传统陶瓷又称普通陶瓷,是指以大然存在的矿物为主要原料的陶瓷制品。普通陶瓷的 原料中必不可少的:组分是石莱。黏土和长石,:者以适当的比例混合而成。

石英: 化学组成为 SiO · 其不受額酸以外的酸的侵蚀, 在室温下与碱不发生化学反应, 硬度较高, 所以石英是一种具有耐热性、抗蚀性、高硬度等特征的优异物质。在普通陶瓷中, 石英构成了陶瓷制品的骨架, 赋于制品耐热、耐蚀等特性。石英的黏性很低, 属 非可塑性原料, 无法做成制品的形状。为了使其具有成形性, 器掺入黏土。

黏土:是一种含水的铅硅酸盐矿物质、主要化学成分为 SiO;、Al,O.、H.O、Fe,O.、TiO。等。黏土具有很独特的可塑性与结合性,调水后成为软泥、能塑造成形,烧后变得致密厚硬。

长石: 是一组矿物的总称, 为架状硅酸盐结构。其分为钠长石(Na₂O·Al₂O₂、 SiO₂)、钾长石(K₂O·Al₂O₃·SiO₂)、钙长石(CaO·Al₂O₃·SiO₂)和钡长石(BaO·Al₂O₃·SiO₂)四大巻。

长石高温下为有黏性的熔融液体,可润湿粉体、冷却至率温后,可使粉体中的各组分 牢固地结合,成为致密的陶瓷制品。陶瓷生产中其为几种长石的互溶物,并含有其他杂质,所以没有固定的熔融温度。它只是在一个温度范制内逐渐熔融成为乳白色黏稠状的玻璃态物质。熔融后的玻璃态物质能够溶解,部分黏上分解物及部分石英,促进成瓷反应的进行,并降低烧成温度。长石的这种作用除为助剂作用。冷却后的以长石为主的低共熔体以玻璃态存在于陶瓷制品中,构成陶瓷的玻璃基质。

以上:者为传统陶瓷的:组分,其中石英为耐高温骨架成分,黏土提供了可塑性、长石为助熔剂。上述:组分中,真正不可少的组分为骨架成分,其余两个组分的存在,破坏了骨架成分所具有的耐高温、耐腐蚀、高硬度等特性。



2. 生产工艺

原料配置就是将上述:种原料按·定的比例进行称量。之后进行的是材料的成形,也就是将配置好的原料加入水或其他成形助剂(粘结剂),使其具有·定的可塑性、然后通过某种方法使其成为具有·定形状的坏体。常用的成形方法如下。

1) 挤压成形

使用增粮剂与水混合均匀后的粉末作为坯料,由真空挤压机将坯料从挤型口挤出。该 方法适合于黏土系陶瓷原料的成形,适宜制造横断面形状相同的坯体,如棒状、管状等长 尺寸坏件。

2) 注浆成形法

注浆成形法是将制备好的坯料泥浆注入多孔性模型内,由于多孔性模型的吸水性,泥浆贴近模壁的一层被模子吸水而形成均匀的泥层。该泥层随时间的延长而逐新加厚,当达到所需的厚度时,可将多余的泥浆倾出。最后该层继续脱水收缩而与模型脱离,从模型中取出后即为毛坯,整个过程如图 6-23 所示。

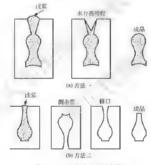


图 6-23 注浆成形法示意图

注浆成形法适用于制造形状复杂、不规则、薄而体积大且尺寸要求不严的器物、如花瓶、茶壶、汤碗、手柄等。注浆成形后的坏体结构较均匀,但其含水量大且不均匀,下燥后烧成收缩也较大。另一方面,该法有适应性大、便于机械化等优点。

3) 模压成形法

其为利用压力将下粉坯料在模型中压成致密坯体的一种成形方法。由于模压成形的坏料水分少、压力人、坯体比较致密、因此能获得收缩小、形状准确、无须干燥的生坯。加压成形过程简单、生产量大、缺陷少、便于机械化、因此对于成形形状简单的小型坯体较为合适。但对于形状复杂的人型制品、采用一般的干压成形就比较困难。成形后的坯体仅为半成品,其后还要进行干燥、上釉等工艺才可以烧成。

(1) 施釉。釉是附着于陶瓷坯体表面的连续玻璃质层、具有与玻璃相类似的物理与化学性质。陶瓷坯体表面的釉层从外观来说使陶瓷具有平滑而光泽的表面,增加陶瓷的关

观,尤其是颜色釉与艺术釉更增添了陶瓷制品的艺术价值。就力学性能来说、正确配合的 釉层可以增加陶瓷的强度与表面硬度、同时还可以使陶瓷的电气绝缘性能、抗化学腐蚀性 能有所提高。

按釉料的组成成分可分为长石釉、石灰釉、铅釉、硼釉、铅硼釉等。传统日用瓷生产中主要用长石釉与石灰釉。长石釉主要是由石炭、长石、大理石、高岭土等所组成,其特征是便度较高,光泽较强,略具乳白色。石灰釉主要是由锈石(由石英、长石釉组成并含 有岩干高岭上、长石等岩石状矿物)与釉灰(主要成分为碳酸钙)配制而成。石灰釉的特点是源光性强、适应性能好。硬度亦较高。

将釉料经配料、制浆后进行施釉。施釉方法可以分为浸釉法、喷釉法、浇釉法、刷釉 法。浸釉法是将产品全部浸入釉料中、使之附着一层釉浆。喷釉法是利用压缩空气或静电 效应、将釉浆喷成雾状、使其黏附于坯体。浇釉法系将釉浆浇到坯体上、该方法适用于大 件器皿。刷釉法索用于同一个环体上施几种不同釉料、加用于发术购磨生产。

(2) 姚成。经过成形、上釉后的半成品、必须最后通过高温烧成才能获得瓷器的一切特性。坯体在烧成过程中发生一系列物理化学变化、如膨胀、收缩、气体的产生、液相的出现、旧品相的消失、新品相的析出等。这些变化在不同温度阶段中进行的状况决定了陶瓷的质量与性能。

烧成过程大致可分为以下四个阶段:

① 蒸发期——坏体内残余水分的排除。为常温~300℃。



6.4.2 水泥制备

1. 原料

生产硅酸盐水泥的主要原料为石灰质原料、黏土质原料和铁质校正原料。

石灰质原料: 主要包括石灰岩、泥灰岩、白垩、贝壳等。主要成分为 SiO_i 、 ΔLO_i 、 Fe_iO_i 、CaO、MgO等。含量最多的为氧化钙。

黏土质原料:主要包括黄土、黏土、页岩、粉砂岩及河泥等,其中前两者应用最多。主要成分为 SiO 、Al-O 、Fe-O, 、CaO、MgO 及部分的 K_2O 、Na $_2O$ 、SO、等。含量最多的为二氧化硅。

铁质校正原料: 当石灰质和黏土质原料配合所得到的牛料成分不能符合配料方案时,必须根据所缺少的组分添加此类原料。其中,掺加氧化铁含量大于40%的铁质校正原料最



为多见。常用的有低品位铁矿石、炼铁厂尾矿以及硫酸厂工业废渣等。

2. 制备工艺

硅酸盐水泥的生产过程大致可以分为三个阶段: 生料制备、熟料煅烧和水泥粉磨。陷 6-24 所示为水泥的制备工艺流程图。



图 6-24 水泥制备工艺流程

1) 生料制备

此阶段主要是将:种原料破碎后按·定的比例配合,然后磨细,调配成合适、质量均匀的生料。其生产方法有干法和湿法两种。前者是将原料同时烘干与粉磨或先烘干后粉磨成生料粉,而后进入窑内煅烧。后者是将原料加水粉磨成生料浆,输入湿法回转窑煅烧成 熟料。

2) 熟料煅烧

此阶段一般在回转窑和立窑中进行。两种窑类型不同,但是生料在窑内进行的反应大 致相同。现以湿法回转窑为例加以说明。

- (1) 干燥脱水。干燥是将物料中的自由水蒸发、脱水是使物料失去化合水。自由水蒸 发温度为 100℃左右、而黏土矿物在 500~600℃失去结晶水。
 - (2) 碳酸盐分解。生料中的碳酸盐如碳酸钙、碳酸镁,在煅烧温度下分解;

$$CaC()_3 \xrightarrow{500\%} Ca() + CO_2$$

$$MgCO_3 \stackrel{A90}{\longleftrightarrow} Mg()+CO_2$$

(3) 固相反应。在碳酸盐进行分解时、石灰质和黏上质之间、通过质点间的相互扩散进行固相反应、形成相应的产物。相至温度及产物见表6~8 所列。

温度	生成产物
~800℃	$C_aO \cdot Al_2O_3(CA)$, $C_aO \cdot Fe_2O_3(CF)$, $C_aO \cdot SiO_2(C_2S)$
800~900℃	12CaO • 7Al ₂ O ₃ (C ₁₂ A ₇)
900~1100℃	3CaO・Al ₂ O ₃ (C ₃ A)、4CaO・Al ₂ O ₃ ・Fe ₂ O ₃ (C ₄ AF),游离钙最多
1100 ~ 1200°C	3CoO・ALO (C A) 4CoO・ALO ・Fo O (C AF) 七号形成 C S 是:

表 6-8 周相反应温度及产物

(4) 熱料烧结。硅酸盐水泥在1250℃下开始出现液相、水泥熟料开始烧结、物料逐渐 由疏松态变为色泽灰黑、结构致密的熟料。同时、硅酸二钙和游离氧化钙逐步溶解在液相 里、硅酸二钙吸收氧化钙形成硅酸三钙。其反应式为

(5) 熟料冷却。此阶段对熟料的矿物组成具有较大的影响。急速冷却可使高温下形成

的液相来不及结晶而形成玻璃相,并且在此过程中还会发生相应的相变,极大地影响熟料的使用性能。因此,在下艺装备允许的条件下应尽量采用快速冷却。

3) 水泥粉磨

水泥熟料经过粉磨后才可以进行使用。所以选用合理的细度、粉磨系统对保证水泥生产的产量和质量,降低生产电耗具有十分重要的意义。

熟料经过粉磨后,在其中加入少量的石膏,达到一定细度才成为水泥。通常水泥越细,水化速度越快,越易水化完全,对水泥凝胶性质的有效利用率越高,其强度越高。但是过细,比表面积过大,水泥浆体要达到同样的流动度需水量就过多.将使水泥浆体因水分过多引起孔瞭率增加面降低强度。所以,水泥通常粉末的比表面积要求达到3000cm g.

6.4.3 玻璃制备

1. 玻璃的形成

传统玻璃的形成方法是熔融法,是目前玻璃生产大量采用的方法。将单组分或多组分 的玻璃原料加热成熔体,在冷却过程中不断析出非晶体而转变为玻璃体。

并非所有物质都能形成玻璃,有些可能形成玻璃的物质由于工艺条件不合适,也不会 形成玻璃。硅酸盐、硼酸盐和石英等熔融体在冷却过程中有可能全部转变成玻璃体,也可 能部分转变为玻璃体,部分转变为晶体。基至全部转变为晶体。

1) 形成玻璃的物质

可单一形成玻璃的氧化物有 SiO、B₂O、等。有条件形成玻璃的氧化物如 TeO₂、 SeO、Al-O、V O·等,本身不能形成玻璃。但能与某些氧化物如 SiO。一起形成玻璃。

2) 形成玻璃的条件

玻璃的形成规律主要取决于内在结构,即化学键的类型和强度、负离子团的大小、结构维集排列的状况等。

- (1) 结构因素。能单一形成玻璃的氧化物如硅酸盐、硼酸盐、磷酸盐等无机熔体、 在转变为玻璃时,熔体中含有多种负离子基团、如硅酸盐熔体中的[StO]"、 [StO]"、[StO]""、[StO]""、[StO]"。这些基团处于缩聚平衡状态、随着温 度降低、聚合过程占优势。聚合程度高、形成链状或网状结构大型负离子集团时,就容 易形成玻璃。
- (2) 动力学条件。冷却速率对玻璃形成影响很大。熔体能否形成玻璃主要决定于熔体 过冷后是否形成晶核,以及晶核能否长大。这两个过程都需要时间。因此、熔体要形成玻璃,必须在擦点以下迅速冷却,使它来不及析晶。

总的说来、形成玻璃的关键是熔体应尽快冷却,以免出现可见的析晶。形成玻璃的临 界冷却速率星储熔体组成而变化的。

2. 玻璃生产工艺

玻璃可以采用轧制、拉制、浇注、压制和吹制来成形。用何种方法加工,主要取决于最终应用。

1) 滚压

这种方法广泛应用于平板玻璃牛产。原料熔化后,流经两滚筒,并严格控制温度,在 合适的黏度下滚压成平板玻璃,然后使板材穿过一个长退火炉。为了得到表面光洁度高、



平整的板材,可使玻璃熔体流经液态锡的浮池上面,池内保持可控制的加热气氛以防止 氧化,计成形板材穿过退火炉即得成品。目前国内的茶色玻璃大多采用较先进的浮法 生产。

2) 压制和吹制

这种方法广泛应用于容器制造。先将黏性玻璃块放入模具中压制,然后移去半个模 且,以最终形址的模具代禁,欧制减所要求的外形

3) 浇铸

将玻璃熔体注入模具里完成浇铸,如浇铸光学玻璃镜片等。浇铸电视机显像管壳时, 为了使熔融玻璃充满模具,还需使模具旋转,称为离心浇铸。

4) 熔融抽丝

玻璃纤维的制备与聚合物纤维的制备方法类似,熔融玻璃料流过多孔加热铂板而成纤 维状,对纤维在缠绕的同时进行牵引,最后得到玻璃纤维。

6.4.4 功能陶瓷制备

功能陶瓷又称精细陶瓷、先进陶瓷、新型陶瓷等。功能陶瓷制品区别于普通陶瓷的主要特征是,原料系人工合成而非天然。制品基本是由件架材料成分构成。

功能陶瓷材料的原料都不是自然界中存在的矿物,而必须经过,系列人工提炼过程才能获得。其种类繁多,以下对用途较广泛的功能陶瓷的生产工艺分别举例介绍。

1. 氧化物陶瓷(以高铝瓷为例)

商網瓷是一种以 ALO 和 SiO 为主要成分的陶瓷,其中 ALO 的含量为 45%以上。随 ALO 含量的增高,其力学和物理性能都有明显的改善。高船瓷生产中主要采用工业氧化铝作原料,它是将含铝量高的天然矿物加铝矾土,用碱法或酸法处理而得。

一般来说,对机、电性能要求较高的超高级刚玉质瓷或刚玉瓷刀,最好用一级工业气 化铝。其他的高铝瓷,按性能要求不同,可用品位稍低的氧化铝。至于品位较次的 ALO 可用来生产研磨材料或高级耐火材料。

若利用铝钒土、水铝石、工业 Al-O. 或杂质高的天然刚玉砂、将上途原料加碳在电炉内于 2000~3000℃处理、便能得到人造刚玉。人造刚玉中的 Al₂O、含量可达 99%以上、Na-O含量可低于 0.1%~0.3%。

在 Al_2O , 含量较高的瓷坯中, 主要晶相为刚土(α Al_2O .)。我国目前大量生产含有氧化铝 95%的刚玉瓷, 这种刚玉瓷, 由于 Al_2O , 含量高, 具有很高的耐火度和强度。其生产工艺过程如下,

- (1) 工业氧化铝的预烧。预烧使原料中的 γ Al-O, 全部转变为 α Al₂O, 减少烧成 收缩。预烧还能排除原料中大部分 Na₂O 杂质。
- (2)原料的细糖。由于 L业 Al₂O. 是由氧化铝微品组成的硫松多孔聚集体、很难烧结 致密。为了破坏这种聚集体的多孔性、必须将原料细磨。但过分细磨、也可能使烧结时的 重结晶作用很难控制、导致晶粒长大、降低材料性能。
- (3) 酸洗。如果采用钢球磨粉磨、料浆要经过酸洗除铁。铁能与盐酸生成 FeCl,或 FeCl,而溶解,然后再水洗以达到除铁的目的。
 - (4) 成形。把经酸洗除铁并烘干备用的原料采用下压、挤制、注浆、入膜、捣打、热

压及等静压等方法成形,以适应各种不同形状的要求。

- (5) 烧成。烧成制度对刚玉制品的密度及显微结构起着决定性作用,从而对性能也起着决定性作用。适当地控制加热温度和保温时间,可获得致密的具有细小晶粒的高质量 管环。
- (6) 表面处理。对于高温、高强度构件或表面要求平整而光滑的制品、烧成后往往要经过研磨及抛光。
 - 2. 碳化物陶瓷(以碳化硅陶瓷为例)
 - 1) 原料的获得

SiC 是将石英、碳和锯末装在电弧炉中合成而得。合成反应为

反应温度 - 般高达 1900~2000℃、最終得到 β - SiC 及 α - SiC 的混合物。其中 α - SiC 属于六方结构、在商温 下是稳定相。而 β - SiC 属于等轴结构、在低温 下是稳定相。 β - SiC 向 α - SiC 转变温度约 2100~2400℃。Si 和 C 原子之间以共价键结合。

2) SiC 陶瓷的生产工艺

SiC 难以烧结,因而必须加入烧结促进剂,如B,C,以及Al,O,等。然后将程度为1µm 左右的原料采用注浆、下压或等静压成形,于2100℃烧结。其孔隙率约10%。采用 热压法得到的产品其密度得到进一步改善,可达到理论密度的99%以上。

- 3. 氮化物陶瓷(以氮化硅为例)
- 1) Si.N. 原料的获得

工业合成 Si, N。有两种方法。一种是将硅粉在氦气中加热:

另一种方法是用硅的卤化物(SiCl.、SiBr等)与氨反应:

所得到的 Si, N, 粉末 · 般都是 α 相与β 相的混合物,其中 α - Si, N, 是在 $1100 \sim 1250$ 飞 下生成的低温相,β - Si, N, 是在 $1300 \sim 1500$ 飞 下生成的高温相。α 相加熱到 $1400 \sim 1600$ 飞 开始变为β 相,到 1800 ℃ 转变结束。这一转变是不可逆的。

2) Si, N, 陶瓷的生产工艺

 S_LN 陶瓷的生产方法有反应烧结法和热压烧结法。反应烧结法的主要工艺过程如下。

将 Si 粉或 Si 粉与 Si,O, 粉的混合料按一般陶瓷生产方法成形、然后在氮化炉内于 1150~1200℃ 预氮化、获得一定的强度之后。可在机床上进行车、刨、钻、铣等切削加 E. 然后在 1350~1450℃进一步氮化处理 18~36h。直到全部成为 Si,N, 为止。由于第二次氮化, 其体积几乎不变化,因而得到的产品尺寸精确、体积稳定。

反应烧结后获得的 St₁N, 坯体密度比硅粉素坯密度增大 66.5%, 这是氮化的极限值,可以用它来衡量氮化反应的程度, 为了提高氮化效率和促进烧结, 一般加入 2%的 CrF. - 3H,O, 能使氮化后密度增长 63%, 即达到 Si₂N, 理论密度的 90%。

热压烧结法是将 Si N, 粉和少量添加剂(如 MgO、Al O;、MgF,、AlF, 或 FeO 等)在 19.6MPa 以上的压强和 1600~1700℃条件下热压成形烧结。原料 Si,N, 粉的相组成对/**



品密度影响很大。

4. 金属陶瓷的生产

金属陶瓷是一种由金属或合金同陶瓷所组成的非均质复合材料,金属陶瓷性能是金属 与陶瓷: 者性能的综合,故起到了取长补短的作用。

金属陶瓷中的陶瓷相通常由高级耐火氧化物(Al,O., ZrO,等)和难熔化合物(TiC,SiC,TiN)等)组成。作为金属相的原料为纯金属粉末、如Ti、Cr、Ni、Co或它们的合金。

现以硬质合金(以碳化物如 WC、TiC、TaC 等为基的金属陶瓷)为例,介绍金属陶瓷的一般生产工艺。

(1) 粉末制备。硬质合金粉末的制备,主要是把各种金属氧化物制成金属或金属碳化物的粉末。

(2)混合料制备。制备混合料的目的在于使碳化物和黏结金属粉末混合均匀,并且把它们进一步磨细,这对硬质合金成品的性能有很大影响。

- (3) 成形。金属陶瓷制品的成形方法有干压、注浆、挤压、等静压、热压等方法。
- (4) 烧成,金属陶瓷在空气中烧成往往会氧化或分解,所以必须根据环料性质及成品质量控制炉内气氛,使炉内气氛保持真空或处于还原气氛状态。

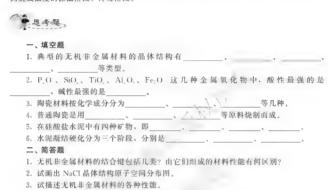
6.4.5 耐火材料制备

耐火材料分为很多种,选择的原料不同,生产中就会进行不同的物理化学反应。但它们的生产工序和加工方法却基本一致,大致都可以分为原料加工、配料、混练、成形、干燥和棒成几个工序。

- (1)原料加工。生产耐火材的原料多数必须经过煅烧后使用、以免其直接制成砖坯时 在加热过程中松散开裂、造成废品。经过煅烧后的矿石称为耐火熟料、可以保证耐火成品 材料外形尺寸正确性。之后对煅烧料进行破碎、制成一定细度的颗粒或细粉、便于混合成 形。常用的破碎机械有颚式破碎机、圆锥破碎机等。之后经过筛分、获得符合规定尺寸的 颗粒组分,所采用的主要设备是振动筛和固定筛。
- (2) 坯料制备。根据耐火材料的工艺特点,配料将不同材质和粒度的物料按一定的比例进行配合,然后进行混炼。所谓混炼是指使不同组分和粒度的物料同适量的结合剂经混合和挤压作用达到分布均匀和充分润湿的目的。混炼还可以使得物料颗粒核触和塑化。
 - (3) 成形。这是将泥料加 L成一定形状的坯体或制品的过程。有以下几种方法:
- ① 注浆法成形是将含水率 40%的泥浆注入吸水性模型(石膏模型)中, 经模型吸收水分后, 在表面形成一层滤料膜, 当膜达到一定厚度要求时, 倒掉多余的泥浆, 放置一段时间后, 当坯体达到一定强度时脱模。
 - ② 可塑法成形用于含水率 16%~25%的塑性状态泥料,设备为挤泥机。
- ③ 半下法成形指用于含水率 2%~7%的泥料成形方法。其坯体具有密度高、强度大、烧成收缩小和制品尺寸易控制等特点。
- ① 挤压成形是指将可塑性泥料经过强力模孔成形的方法。适于条形、压块状和管型 坯体。
 - (4) 坯体干燥。目的在于提高强度和保证烧成初期的顺利进行。防止烧成初期由于升

温快, 水分急剧丢失所造成的制品开裂,

(5) 烧成。指对坏体进行煅烧的过程。通过此阶段、坏体发生分解和化合反应,形成 玻璃质或与晶体结合的制品、从而使得制品获得较好的体积稳定性和强度。其为耐火材料 生产中最为重要的一道下序、极大地影响制品性能。一般其分为三个阶段:加热阶段、最 高烧成温度的保温阶段。冷却阶段。



4. 陶瓷材料都包括那些陶瓷? 其性能、应用有何区别?

6. 功能陶瓷都包括那些陶瓷? 分别描述其性能特点。

5. 水泥水化硬化过程如何?

第7章

高分子材料



知识要点	掌握程度	相关知识
高分子材料的概述	了解高分子材料的特点; 掌握高分子材料的命名方法、分类 方法	聚合度、单体、结构单元
高分子化合物的结构	掌握高分子化合物的化学结构; 了解高分子化合物的二级结构和三 级结构	链结构、聚集态结构、近程结构 远程结构、高聚物的分子量、栗顺性
高分子材料的性能	了解高分子化合物的力学性能、电 学性能、光学性能、热学性能、化学 稳定性	蠕变、应力松弛、内耗、介电扩耗、弹性模量
高分子材料的制备	掌握聚合反应的分类及自由基聚合 反应: 了解离于型聚合反应、配位聚合反 应、共聚合反应、缩合聚合及聚合实 施方法	加聚与缩聚、连锁聚合和逐步系合、配位聚合、共聚合反应、缩台聚合
常用高分子材料	掌握塑料、橡胶、纤维的分类、 特性; 了解塑料、橡胶、纤维的应用范围; 了解涂料、酸黏剂的分类、组成及 应用	热塑性塑料、热固性塑料、天然料 股、合成橡胶、天然纤维、化学多 维、无机股黏剂、有机股黏剂、合启 树脂漆
功能高分子材料	了解物理功能高分子、化学功能高 分子、生物功能高分子、可降解高分 子、智能型高分子的特性、分类及主 要应用	导电离分子、液晶离分子、离子 5 换树脂、高吸水性树脂、高分子催化剂、生物相容性、凝胶

导入案例

在人们的印象中、塑料是不导电的、在普通的电缆中、塑料常被用作导电钢丝外面 的绝缘层。但美国科学家 Alan J. Heeger、Alan G. Mac Diarmid 及日本科学家 Hideki Shirakawa 却向人们习以为常的观念提出了挑战。他们通过研究发现、经过特殊处理之 后,塑料能够像金属一样、产生导电性、如图7-1、图7-2所示,由于在导电聚合物 铺坡的开创性贡献。他们三人尝读了 2000 年的诺贝尔化学学







图 7-2 导电塑料发光

聚合物要能够导电,其内部的碳原子必須由单键和双键交替连接,同时还必须经过 搀杂处理、即通过氧化或还原反应移去或导入电子。由于三位科学家在塑料导电研究领域的开创性工作、导电聚合物成为对物理学家和化学家都有重要意义的研究对象。目前、寄电塑料已广泛用于许多工业领域。如抗电磁辐射的计算机视保屏、能过滤太阳光的"智能"玻璃窗等。除此之外、导电聚合物还在发光二极管、太阳能电池、移动电话和微型电视显示装置等领域中得到了推广应用。等电聚合物的研究成果,还对分子电子学的迅速发展起到了推动作用。将来、人类将能制造由单分子组成的晶体管和电子元件,这不仅能大大提高计算机的运算速度,而且还能缩小计算机的体积。

军用飞机上使用了大量电器元件,如果这些元件部分地采用导电聚合物来制造,可 使飞机重量减轻 10%。这不但可以节省照料油的消耗量,而且可提高飞机的設本能力, 此外,导电聚合物在战略防御中将起到重要的防护作用,使军用电子设施免遣损害,确 保军队指挥、控制通信和情报系统畅通。如核爆炸产生的电磁脉冲会使电子、电器设备 的线路系统发生损坏,失去效能,但对聚合物光学系统却无能为力。

高分子材料具有原料丰富、制造方便、加工成形容易等优点、在日常生活、工农业生产和灾端科学等领域都具有重要的应用价值。高分子材料按其组成可分为无机高分子材料和有机高分子材料两大类。由于有机高分子材料应用较多、故本章所述的高分子材料均指有机高分子材料。

7.1 高分子材料的概述

7.1.1 高分子材料的概念

高分子材料是以高分子化合物为基本成分。加入适当的添加剂、经加工制成的一类材



料的总称。高分子化合物一般指相对分子量大于10000的化合物,其分子由于百万个原子 彼此以共价键(少数为离子键)相连接,通过小分子的聚合反应而制得,简称高分子,又称 大分子化合物、高聚物或聚合物。高分子材料又称聚合物材料。

常把生成高分子化合物的小分子原料称为单体。如尼龙 66 的单体是己 1酸 HOOC (CH₂) COOH 和己二胺 H₂N (CH₃)。NH₃、单体或单体混合物生成聚合物的反应称为聚合,如在常温常压下氯乙烯单体经聚合生成聚氯乙烯,其反应式如下;

 $nCH_2 = CHCl \longrightarrow \sim CH_2 - CHCl - CH_2 - CHCl - CH_2 - CHCl \sim$

聚合物分子通常称为分子链。存在于聚合物分子中重复出现的原子团为结构单元。如聚氮 乙烯的结构单元为—(H—(HC)—,尼龙 66 的结构单元为—NH(CH.) NHC()(CH.),(CD—,结构单元在高分子链中又称链节。高聚物中结构单元的数目称为聚合度,如聚四氟乙烯 + CF—CF—1。的聚合度为n。对高聚物而言,不同高分子链的聚合度不同,相对分子质量不同,因此高分子的聚合度和相对分子量都是一个平均值。

7.1.2 高分子材料的命名

高分子材料约达几百万种, 命名比较复杂, 归纳起来一般有以下几种情况:

- (1)聚字加单体名称命名。在构成高分子材料的单体名称前冠以"聚"字组成、大多数烯烃类单体高分子材料均采用此方法命名、如聚乙烯、聚丙烯等。
- (2)以特征化学单元名称命名。以其品种中共有的特征化学单元名称命名、如聚酰胺、聚酯、聚氨酯等杂链高分子材料分别含有特征化学单元酰胺基、酯基、氮基。这类材料中的某一具体品种还可有更具体的名称以示区别、如聚酰胺中有尼龙 6、尼龙 66 等,聚酯中有聚对苯二甲酸乙二醇酯,聚对苯二甲酸丁二醇酯等。
- (3)以原料名称命名。以生产该聚合物的原料名称命名,如以苯酚和甲醛为原料生产的树脂称酚醛树脂。以尿素和甲醛为原料生产的树脂称腺醛树脂。共聚物的条称多从其共聚单体的名称中各取一字。再加上共聚物的属性类别而组成。如 ABS 树脂、A、B、S分别取自其共聚单体丙烯腈、丁二烯、苯乙烯的英文字头; 厂苯橡胶的厂、苯取自其共聚单体下二烯、苯乙烯的字头; 乙丙橡胶的乙、丙取自其共聚单体乙烯、丙烯的字头等
- (4)用商品、专利商标或习惯的名称。有时还以商品、专利商标或习惯来命名。由商品名称可以了解到基材品质、配方、工艺及材料性能等信息,习惯名称是沿用已久的习惯性叫法,如渠酯纤维习惯称为涤纶、渠丙烯腈纤维习惯称为脐纶等。高分子材料的英文名称缩写因简洁方便,在国内外被广泛采用,表7 1列举了常见的高分子材料的英文缩写名称。

ACT I MARK THORETON								
高分子材料	缩写	高分子材料	缩写	高分子材料	缩写			
聚乙烯	PE	聚对苯二甲酸乙二醇酯	PETP	ABS 树脂	ABS			
聚丙烯	PP	聚对苯二甲酸丁二醇酯	PBTP	天然橡胶	NR			
聚丁 : 烯	PB	聚甲基丙烯酸甲酯	PMMA	顺丁橡胶	BR			
聚苯乙烯	PS	黎丙烯酸甲酯	PMA	丁苯橡胶	SBR			
聚氯乙烯	PVC	聚酰胺	PA	氯丁橡胶	CR			

表7-1 常见高分子材料的盆文缩写复称

高分子材料	缩写	高分子材料	缩写	高分子材料	缩写
聚异丁烯	PIB	楽甲醛	POM	丁基橡胶	ΠR
聚氨酯	PU	聚丙烯腈	PAN	乙丙橡胶	EPR
聚碳酸酯	PC	环氧树脂	EP	乙酸纤维素	CA

7.1.3 高分子材料的分类

高分子材料的种类繁多,各有其特色,下面简单介绍四种分类方法。

- (1) 根据高分子化合物的来源分类,可以分为天然高分子、半天然高分子和合成高分子、大类。如天然橡胶、纤维素、淀粉和蛋白质为天然高分子,醋酸纤维和改性淀粉为半天然高分子,聚乙烯、顺丁橡胶和聚酯纤维为合成高分子。
- (2)根据高分子材料的使用性质分类;可以分为塑料、橡胶、纤维、胶黏剂和涂料五 大类。如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯为塑料;天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶为橡胶;纤 维素、蚕丝、聚酰胺纤维为纤维;天然树脂漆、酚醛树脂漆、醇酸树脂漆为涂料;氯丁橡 胺醛黏剂、聚乙烯醇缩醛胺为胶黏剂。
- (3)根据高分子材料的热性质分类;可以分为热塑性高分子材料和热固性高分子材料 两大类。如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯为热塑性高分子材料;氨基树脂、酚醛树脂、环氧 树脂为热固性高分子材料。
- (4) 根据高分子化合物的主链结构分类:可以分为碳链高分子材料、杂链高分子材料 和元素高分子材料:大类。如據乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯为碳链高分子材料; 氨基树 胎、酚醛树脂、环甸树脂为杂链高分子材料,有机硅树脂为元素高分子材料。

7.2 高分子化合物的结构

高分子的结构通常分为高分子的链结构和高分子的聚集态结构两部分,高分子的链结构指单个高分子链的结构和形态,包括近程结构和远程结构。近程结构属于化学结构、义称一级结构,包括高分子链中原子的种类和排列、取代基和端基的种类、结构单元的排列顺序等。远程结构指分子的尺寸、形态,链的柔顺性以及分子在环境中的构象,又称二级结构。聚集态结构是指高分子材料整体的内部结构,包括晶态结构、非晶态结构、取向态结构、液晶态结构等高分子链间堆积结构、又称三级结构。以三级堆积结构为单位进一步堆砌形成的结构、称为四级结构。

高分子的链结构是反映高分子各种特性的最主要的结构层次、聚集态结构则是决定聚合物制品使用性能的主要因素。

7.2.1 高分子化合物的化学结构

1. 高分子链结构单元的化学组成

高分子链的化学组成不同,聚合物的化学和物理性能也不同,按其主链结构单元可分



为以下几大类。

- (1)碳链高分子,分子主链为碳原子以共价键相连接的高分子,大多数由加聚反应制得,如聚乙烯、聚苯乙烯等。大多数碳链高分子具有可塑性好、容易加工成形等优点,但耐热性较差,目易燃烧、易多化。
- (2)杂链高分子;分子主链除碳原子外,还有其他原子如氧、氦、硫等存在,如聚酯、聚酰胺、浆甲醛等。其多由缩聚反应或开环聚合而制得,具有较高的耐热性和机械强度,但容易水解。
- (3) 元素有机高分子: 主链中不含碳原子, 由 Si、B、P、Al、Ti 等元素和 () 组成, 侧链是有机基团, 故元素有机高分子兼有无机高分子和有机高分子的特征, 其优点为具有较高的热稳定性, 耐寒性、弹性和塑性, 缺点是强度较低、如各种有机硅高分子。
- (4) 无机高分子; 主链上不含碳原子, 也不含有机基团, 完全由其他元素组成。如 : 硫化硅、聚二氯一氮化磷, 这类元素的成链能力较弱, 所以聚合物分子量不高, 并容易 水解。

2. 高分子链结构单元的键接方式

- (1) 均聚物结构单元顺序。在缩聚和开环聚合中、结构单元的键接方式是明确的。加聚过程中、单体可以按头-头、尾-尾、头-尾:种形式键接,其中以头-尾键接为主。在双端类高聚物中,高分子链结构单元的键接方式较为复杂、除头-头(尾-尾)和头-尾键接外、还根据双键开启位置有不同的键接方式。同时可能伴随有顺反异构等。例如、丁二烯CH_=CH—CH=CH;的聚合、存在1、2-加成、顺式1、1-加成、反式1、4-加成结构等。单元的键接方式对高聚物材料的性能有显常的影响。如1、4-加成是线形高聚物;1、2-加成则有支链、作橡胶用时全影响材料的弹性。
- (2) 共聚物的序列结构。按其结构单元在分子链内排列方式的不同,可分为以下 几种,

无规共聚物 - A-B-B-A-B-A-A-B-

交替共聚物 -A-B-A-B-A-B

嵌段共聚物 -A-A-A-A-B-B-B-B-B-A-A-A-A-A-A-

接枝共聚物 ——A——A——A——A——A——A



无规共聚物中,两种单体的无规则排列。改变了结构单元及分子间的相互作用、使其性能与均聚物有很大的差异。如聚乙烯、聚丙烯为塑料。而乙烯 丙烯无规共聚物、当丙烯含量较高时则为橡胶。接核与嵌段共聚物的性能既不同于类似成分的均聚粉、又不同于无规共聚物。因此可利用接核或嵌段的方法对聚合物进行改性。或合成特殊要求的新电聚合物。如聚丙烯腈接核 10%聚乙烯纤维。既可保持原聚丙烯腈纤维的物理性能,又使纤维的着色性能增加三倍。

3. 高分子链的几何形态

高分子的性能与其分子链的几何形态密切相关,高分子链的几何形状通常有如下

几种。

- (1) 线形高分子: 一般无支链、自由状态是无规线闭、在外力拉伸下可得锯齿形的高分子链、这类高聚物由于大分子链之间没有任何化学键连接、因此其柔软、有弹性。在加热和外力作用下、分子链之间可产生相互位移、并在适当的溶剂中溶解、可热塑成各种形状的制品、故常称为热塑性高分子。包括聚乙烯、定向聚丙烯、无支链顺式 1、4 丁二烯等。
- (2) 支链高分子, 在上链上带有侧链的高分子为支链高分子, 其能溶于适当的溶剂中, 并且加热能熔融。短支链使高分子链之间的距离增大, 有利于活动, 流动性好; 而支链过长则阻碍高分子流动, 影响结晶, 降低弹性。总的来说, 支链高分子堆砌松散、密度低, 因而硬度、强度、耐腐蚀性等较差, 但透气性好。
- (3) 交联高分子;高分子支链以化学键交联而成的网状结构大分子,称为交联高分子。 交联高分子为既不溶解也不熔融的网状结构、放其耐热性好、强度高、抗溶剂能力强 日形态稳定。如硫化橡胶、酚醛树脂、腺醛树脂等。

4. 高分子链的构型

高分子链的构型是指分子中由化学键所固定的原子在空间的相对位置和排列,这种排列非常稳定,要改变构型必须经过化学键的断裂和重组。构型异构体包括旋光异构体和几何异构体两类。

7.2.2 高分子化合物的二级结构

1. 高聚物的分子量

高築物的分子量有两个特点;①分子量大;②分子量有多分散性。绝大多数高分子由 于聚合过程比较复杂, 生成物的分子量都有一定分布, 都是分子量不等的同系物的混合物。且高聚物分子量或聚合度都是平均值,只有统计意义。

2. 高分子链的柔顺性



7.2.3 高分子化合物的三级结构

高聚物通过分子间力的作用聚集成固体、又按其分子链的排列有序和无序而形成晶态和非晶态。根据分子在空间提列的规整性可将高聚物分为晶态、部分晶态和非晶态 : 类、如图 7 3 所示。通常线型聚合物在一定条件下可以形成晶态或部分晶态。而体型聚合物为非晶态。通常结品度越高,高分子向作用力越强、高分子化合物的强度、硬度、刚度和熔点越高,耐热性和化学稳定性也越好,而与链有关的性能如弹性、伸长率、冲击强度则越低、聚合物的结晶度一般为 30%~90%,特殊情况下可达 98%。



图 7-3、聚合物的三种聚集结构

在高分子材料中,可能同时存在晶态、非晶态、液晶态和取向态结构中的至少两种结构,以这些结构构成的新结构为四级结构,又称高级结构或织态结构。四级结构和其他三个高分子结构层次共同决定了高分子材料的最终性能。

7.3 高分子材料的性能

高分子材料与低分子化合物相比,在性能上具有一系列新的特征。

7.3.1 力学性能

力学性能指在外力作用下,高聚物应力与应变之间所呈现的关系,包括弹性、塑性、 强度、蠕变等。当高聚物用作结构材料时,这些性能尤其重要。与金属相比,高分子材料 的力学性能具有如下特点;

- (1) 低强度。高聚物的抗拉强度平均约为 $100 MN \cdot m$. 比金属材料低得多。通常热塑性材料 $\sigma_{\rm t}$ (50~100) $MN \cdot m$. 热固性材料 $\sigma_{\rm t}$ (30~60) $MN \cdot m$. 據瞭的强度更低、但由于高聚物密度小、故其比强度较高,在生产应用中有着重要意义。
- (2) 高弹性和低弹性模量。这是高聚物材料特有的性能。橡胶为典型高弹性材料,弹性变形率为100%~1000%、弹性模量为10~100MN·m²、约为金属弹性模量的1%; 塑料因其使用状态为玻璃态、故无高弹性、但其弹性模量也远比金属低、约为金属弹性模量的1/10。
 - (3) 有黏弹性。高聚物在外力作用下同时发生高弹性变形和黏性流动,其变形与时间有

- 关,这一性质称为黏弹性。高聚物的黏弹性表现为蠕变、应力松弛、内耗三种现象。蠕变是 在应力保持恒定的情况下,应变随时间的延长而增加的现象;应力松弛是在应变保持恒定的 情况下,应力随时间延长而逐渐衰减的现象。内耗是在交变应力作用下出现的黏弹性现象。
- (4) 高耐磨性。高聚物的硬度比金属低、但耐磨性却优于金属、尤其是塑料。塑料的 摩擦因数小、有些塑料本身就具有白润滑性能。而橡胶则相反、其摩擦因数大、适合制作 具有较大摩擦因数的耐磨零件。

7.3.2 电学性能

高聚物是具有优良介电性能的绝缘材料。高聚物分子通过原子共价键结合,没有自由 电子和离子,分子间的距离较大,电子云重叠很差,故导电能力极低、介电常数小、介电 损耗低。

自 20 世纪 20 年代起,人们开始研究。此高聚物如硬橡胶、橡皮、赛璐珞等的压电性能, 压电高聚物具有许多无机压电材料所不具备的特点,如力学性能好、易于加丁、价格便宜。其缺点是压电常数小、熔融温度和软化点也较低。迄今研究最多的压电高聚物是聚偏氟乙烯,由其薄膜做成的电声换能器已商品化,还可作为触诊传感器,应用于炮弹引信,地应力测试等。

高聚物被接触和摩擦会引起显著的静电现象、一般情况下、静电对高聚物的加工和使用不利、影响人身或设备安全、甚至会引起火灾或爆炸等事故。实际中主要的解决方法是提高高聚物表面电导以使电荷尽快泄漏。例如、用烷基二苯醛磺酸钾作涤纶片基的抗静电涂层时,可使其表面电阻率降低了。8个数量级。

7.3.3 光学性能

高聚物的光学性能有吸收、透明度、折射、双折射、反射等、是人射光的电磁场与高 聚物相互作用的结果。高聚物光学材料具有透明、不易破碎、加工成形简便和废价等优 点,可制作镜片、导光管和导光纤维等;可利用光学性能测定高聚物的结构、如聚合物种 类、分子取向、结晶等;用有双折射现象的高聚物作光弹性材料,可进行应力分析;可利 用界面散射现象制备彩色高聚物薄膜等。

利用光在高聚物中能发生全内反射的原理可制成导光管,在医疗上可用来观察内脏。 如用聚甲基丙烯酸甲酯作内芯、外层包一层含氟高聚物即可制成传输普通光线的导光管; 用高纯的钠玻璃为内芯、氟橡胶为外层,则可制成能通过紫外线的导光管。

7.3.4 热学性能

高聚物最基本的热学性能是热膨胀、比热容、热导率,其数值随状态(如玻璃态、结晶态)和温度而变,并与制品的加工和应用有密切关系。高聚物热学性能受温度的影响比金属、无机材料大。其特点如下:

- (1) 低耐热性。由于高分子链受热时易发生链段运动或整个分子链移动,导致材料软化或熔化,使性能变坏,故耐热性差。对于不同的高分子材料,其耐热性评定的判据不同,例如,对于塑料是指在高温下能保持高硬度和较高强度的能力;对于橡胶是指在高温下保持高强度的能力。
 - (2) 低导热性。高分子材料内部无自由电子,且分子链相互缠绕在一起,受热时不易



运动,故导热性差,为金属材料导热性的1%~1%。热导率越小的高聚物,其绝热隔声性能越好,高聚物发泡材料可作为优良的绝热隔声材料,在相同孔隙率下,闭孔发泡材料比 开孔材料的绝热隔声效果好。常用的制品有脲醛树脂、酚醛树脂、橡胶和聚氨酯类发泡材料,后二者为弹性体,兼有良好的消振作用。

(3) 高膨胀性。高分子材料的线膨胀系数大、为金属材料的 3~10 倍。这是由于受热时、分子间结合力减小、分子链柔性增大、故产生明显的体积和尺寸的变化。高聚物制品的尺寸稳定性较差、因此在制造高分子复合材料时、两种材料之间的热膨胀性能不应相差 太太

7.3.5 化学稳定性

高分子材料的化学稳定性很高,在酸、酸等溶液中有优良的耐腐蚀性能。这是由于高分子材料中无自由电子,不发生电化学腐蚀;同时分子链相互缠绕在一起,许多分子链基团包在里面,与反应试剂接触少。但有些高分子材料与特定溶剂相遇,会发生"溶胀"现象,使其尺寸增大、性能恶化。

7.4 高分子材料的制备

7.4.1 聚合反应的分类

由低分子单体合成聚合物的反应称为聚合反应。聚合反应有多种类型,下面主要介绍 两种分类法。

1. 加聚与缩聚

按单体和聚合物在组成和结构上的差异。可将聚合反应分为加成聚合 (简称加聚)与缩合聚合 (简称缩聚)两大类。单体通过加成而聚合起来的反应称为加聚反应。加聚产物的元素组成与其单体相同,分异量是单体分子量的整数倍。如氯乙烯经加聚得到聚氯乙烯。缩聚反应的主产物称为缩聚物。缩聚反应往往是官能团间的反应,除形成缩聚物以外,根据官能团种类的不同,还产生水、醇、氦或氯化氢等低分子刷产物。缩聚物的元素组成与相应单体元素的组成不同。其分子量不是单体分子量的整数倍。如己二胺与己二酸缩聚生成尼龙-66的反应为

缩聚物中往往留有官能团的结构特征,如酰胺键 NHCO-、醋键 OCO-、酚键 O 等。因此大部分缩聚物是杂链聚合物,容易被水、醇、酸等发生水解、醇解和酸解。

2. 连锁聚合和逐步聚合

根据聚合反应机理和动力学,可以将聚合反应分为连锁聚合和逐步聚合两大类。 烯类

单体的加聚反应大部分属于连锁聚合。连锁聚合反应需要活性中心、活性中心可以是自由 基、阳离子或阴离子。因此可以根据活性中心的不同将连锁聚合反应分为自由基聚合、阳 离子聚合和阴离子聚合等。连锁聚合的特征是整个聚合过程由链引发、链增长、链终止等 几步基元反应组成,各步的反应速率和活化能差别很大。链引发是活性中心的形成、单体 只能与活性中心反应而使链增长,但彼此间不能反应、活性中心被破坏使链终止。聚合物 量(转化率)随时间增加,而单体则随时间减少。对于某些阴离子聚合,则是快引发、慢增 长、无终止,即所谓活性聚合、有分子量随转化率成线性增加的情况。

绝大多数缩聚反应和合成聚氨酯的反应都属于逐步聚合反应,逐步聚合反应的特征是在低分子单体转变或高分子的过程中,反应是逐步进行的。反应初期,大部分单体很快聚合成二聚体、二聚体、四聚体等低聚物,却期内转化率很高。随后低聚物间继续反应,随反应时间延长,分子量继续增大,直至转化率很高(~98%)时分子量才达到较高的数值。在逐步聚合全过程中,体系由单体和分子量递增的一系列中间产物所组成、中间产物的任何两分子间都能反应。

按聚合机理分类很重要,因为涉及聚合反应的本质,根据这两类反应的机理特征,就有可能按照不同的规律来控制聚合课率、分子量等重要指标。

7.4.2 自由基聚合反应

在光、热、辐射或引发剂的作用下,单体分子被活化,变为活性自由基,并以自由基 聚合机理进行的聚合反应,称为自由基聚合反应。自由基聚合反应是合成高聚物的一种重 要反应,许多塑料、合成橡胶和合成纤维都是通过这种反应合成的,如聚乙烯、聚氯乙 烯、聚苯乙烯、丁苯橡胶、丁腈橡胶、聚丙烯腈等。

- (1) 链引发。链引发是形成自由基活性中心的反应,可以用引发剂、热、光、电、高能辐射引发聚合。以引发剂引发时,首先发生引发剂的分解、产生初级自由基、而后进攻单体双键、形成单体自由基。引发剂是容易分解成自由基的化合物。分于结构上具有弱键。因离解能决定分解速度的快慢、放引发剂主要分为偶氮化合物和过氧化物两类。偶氮:异丁腈(AIBN)是最常用的偶氮类引发剂。一般在 40~65℃ 使用;过氧化 二苯甲酰(BPO)是最常用的过氧类引发剂。BPO)中的 ()—() 键的电子云密度大且相互排斥,容易断裂。通常在 60~80℃分解。
- (2) 链增长。在链引发阶段形成的单体自由基、仍具有活性、能打开第二个烯类分子 的π键、形成新的自由基、并继续加成于下一单体、形成链自由基。这个过程称为链增长,如下所示;

链增长反应活化能较低,为20~34kJ·mol',增长速率极高,较引发速度高10°倍,在0.01s 至几秒钟内,就可以使聚合度达到数千至上万。因此、聚合体系往往由单体和聚合物组成,不存在聚合度递增的一系列中间产物。

(3)链终止。自由基活性高、有相互作用而终止的倾向、链终止反应有耦合终止和歧 化终止两种方式。两链自由基的独电子相互结合成共价键的终止反应称为耦合终止。耦合 终止结果,大分子的聚合度为链自由基中重复单元数的两倍,用引发剂引发并无链转移时,大分子两端一般均为引发剂的残基。链自由基夺取另一自由基的氢原子或其他原子的终止反应,称为歧化终止。歧化终止的结果,聚合度与链自由基中单元数相同,每个大分子只有一端为引发剂残基,另一端为饱和或不饱和,两者各半。

7.4.3 离子型聚合反应

在催化剂作用下,单体活化为带正电荷或负电荷的活性离子,然后按离子型反应机理进行的聚合反应,称为离子型聚合反应。离子型聚合反应为连锁反应,根据活性中心离子的电荷性质,可分为阳离子聚合、阴离子聚合和配位聚合。配位聚合因发展迅速,机理独特,将在7.4.4节单独介绍。

由于离子型聚合反应的活性中心是离子,生成离子活性中心的活化能低,所以反应进行得快,能在低温下很短时间内聚合形成高分子产物。

1、阳离子型聚合反应

其指以碳阳离子 C 为反应活性中心进行的离子型聚合反应,其反应通式为

$$A^{\oplus}B^{\bigcirc} + M \longrightarrow AM^{\oplus}B^{\bigcirc} \longrightarrow M_{n} \longrightarrow A \longrightarrow M_{n} \longrightarrow M$$

- (1) 附离子聚合反应的单体。此类单体都能在催化剂作用下生成碳阳离子。包括宫电子的烯烃类化合物、羰基化合物、含氧杂环等。具有给电子基的烯类单体原则上可以进行阳离子操合。给电子基可使碳-碳电子云密度增加,有利于阳离子进攻,并使生成战阳离子电子云分散而稳定。异丁烯是。-烯烃中唯一能高效率进行阳离子聚合的单体。
- (2) 阳离子聚合的引发体系。阳离子聚合的引发方式有两种,①由引发剂生成阳离子。阳离子再引发单体,生成碳阳离子;②单体参与电荷转移,引发阳离子聚合。阳离子聚合的引发剂都是亲电试剂。常用的引发剂包括质子酸、Lewis 酸等。

普通质子酸如 H_SO,、H PO、HCIO,等。在水溶液中能离解产生 H 、使烯烃质子 化引发阴离子聚合。但酸根 於核性太强。与增长活性中心的阴离子结合、使链易终止。常常只能得到低聚物。AlCl、BF、ZnCl、TiBr、等 Lewis 酸是最常见的阳离子聚合引发剂。绝大部分 Lewis 酸都需要共引发剂(如微量水)作为质子或碳阳离子的供给体、才能引发聚合。如 BF 与微量水结合形成超强质子酸 H [BF (OH)] ,加成引发单体进行阳离子聚合。

除了水以外,醇(ROH)、醚(ROR)、氮肉酸(HX)等都可作为共引发剂引发聚合。过量的助引发剂将捕捉碳正离子中心,导致阻聚。此外电离辐射也能引发阳离子聚合。

2. 阴离子型聚合反应

其指以阴离子为反应活性中心进行的离子型聚合反应, 其反应通式为

$$A^{\oplus}B^{\ominus}+M\longrightarrow BM^{\ominus}A^{\oplus}\longrightarrow \xrightarrow{Mn}B\longrightarrow Mn\longrightarrow M^{\ominus}A^{\oplus}$$

(1) 阴离子聚合反应的单体。烯类、羰基化合物、含氧三元杂环以及含氮杂环都有可能成为阴离子聚合的单体。具有吸电子基的烯类单体原则上都可以进行阴离子聚合、吸电子基能使双键上电子云密度减少、有利于阴离子的进攻、并使形成的碳阴离子的电子云密度分散而稳定。具有π π 共轭体系的烯类单体才能进行阴离子聚合、如丙烯腈、(甲基)

丙烯酸酯类、苯乙烯、丁二烯、异戊二烯等,这类单体的共振结构使阴离子活性中心稳定。虽有吸电子基而非π π 共轭体系的烯类单体则不能进行阴离子聚合,如氯乙烯、醋酸乙烯酯。这类单体的 p π 共轭效应与诱导效应相反,削弱了双键电子云密度下降的程度,故不利于阴离子聚合。

(2) 阴离子聚合的引发体系。阴离子聚合引发剂是给电子体、即"亲核试剂"、属于碱类、按引发机理可分为电子转移引发和阴离子引发。较为常见的有活泼碱金属与金属有机化合物类、碱金属可以直接作用于单体、产生阴离子自由基、自由基偶合形成双端阴离子活性种、引发单体进行阴离子聚合。金属钠引发丁二烯聚合是电子直接引发的例子。

常选用较弱的电子受体与碱金属作用,通过电子转移、形成活性阴离子中间体、引发聚合、例如蒸钠在四氢呋喃中引发苯乙烯聚合。有机金属化合物作为阴离子聚合引发剂的也很多、主要有金属氨基化合物、金属烷基化合物、格利雅试剂等。金属氨基化合物是研究得最早的一类阴离子聚合引发剂、如 NaNH,、KNH -液氨体系等。金属烷基化合物(R-M)比较常用,其引发活性与金属电负性有关。金属-碳键级性越强,越趋向于离子键,则引发剂活件越大,越易引发阴离子聚合。耳基钾(C,H,—Li)是最常见的阴离子聚合引发剂、能淬上烃类。以离子材形式引发厂二烯、异戊二烯聚合。阴离子聚合机理的特点是,快引发、慢增长、无终止。阴离子聚合的应用实例非常多、如氨基钠引发苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯等;氢氧化钾通过阴离子开环,引发环氧类单体聚合、获得聚醛等。

7.4.4 配位聚合反应

全同立构和同同立构高聚物的侧基空间排列十分有规律,这种高聚物称为定向高聚物、制备定向高聚物的聚合反应称为定向聚合反应。因为高度立构规整性的高聚物与无规 立构聚合物的物理—力学性能有最著的差别(如无规聚丙烯无实用价值,而有规聚丙烯则是性能优良的塑料),所以定向聚合反应具有重要的意义。配位聚合是定向聚合的主要方法,是在配位催化剂的作用下进行的聚合。聚合时单体与带有非金属配位体的过渡金属活性中心先进行"配位络合",构成配位键后使其活化,再按离子型聚合机理进行增长、因此又除配位密子型聚合。

1. 配位聚合引发剂

配位聚合的引发剂(又称齐格勒 纳塔催化剂)是一种具有特殊定向效能的引发剂、由 主引发剂与共引发剂两部分组成。主引发剂一般是指周期表中第几到第僵族的过渡金属卤 化物或金属有机配合物、如 TiCl₁、TiCl₁、TiCl₁、TiBr₁、VCl₁和 ZrCl₁等。其中最常用的是 TiCl₂。共引发剂主要包括周期表中第 I 到第 II 族的金属烷基化合物(或氦化合物)。最常 用的烷基铝化合物如二乙基铝(C H)。Al、一氯二乙基铝(C H)。AlCl、倍半乙基铝 (C H₂)。AlCl·(C H₂) AlCl₃。

2. 配位聚合反应机理

关于配位聚合能形成立构规整性聚合物的机理,目前尚处于研究探索之中。但根据实验资料建立的机理模型很多,如以 [Cat] 表示催化剂部分,则反应机理可示意如下;



通常聚合过程中首先是单体与催化剂发生络合(IV),经过渡杰(\),单体"插入"到活 性链与催化剂之间,使活性链增长(引)。单体与引发剂的络合能力和加成方向,取决于它们 的电子效应和空间效应等结构因素。极性单体的配位能力较强、配位络合程度较高、具要其 不破坏引发剂,就容易得到立构规整度高的聚合物。非极性的乙烯、丙烯及其他烯烃,配位 程度都较低,因此要采用立构规整件效果被强的催化剂才能获得高立构规整件的聚合物。

Ziegler - Natta 催化剂能使难以自由基聚合或离子聚合的烯类单体聚合成立构规整的 高聚物、其聚合链增长的方式可以理解为单体通过与催化剂中心金属原子空轨道的配位作 用,逐个插入到已形成的金属-碳键中(M-C),即新增加的单体总是与金属中心结合。配 位聚合的最大优势在丁实现了聚合物立构可调控性,对提高聚烯烃产物的强度、耐热性等 产生了重大影响。

7.4.5 共聚合反应

1. 共聚合反应的特点和分类

对于连锁聚合, 两种或两种以上的单体聚合时, 得到的高聚物分子链中含有两种或两 种以上的单体链节,这种聚合物称为共聚物,该聚合过程称为共聚合反应。逐步聚合历程 获得的共聚物是由两种或两种以上同类单体共同聚合得到,又称均聚物,如两种二元醇参 与聚合形成的共聚酯。一般共聚物针对连锁聚合。

共聚物的性质与均聚物不同,它具有两种或多种均聚物的综合特性,故称为"高分子 合金"。例如,聚苯乙烯塑料透明、加工性好、但性脆、若引入15%~30%内烯腈可得到 苯乙烯-丙烯腈共聚物,其既保持原有的优点又具有较高的冲击强度,目兼有聚丙烯腈的 耐热、耐油和耐腐蚀等特性。表7-2是典型共聚物改性的例子。

	表 7-2 典型共聚物改性实例				
主单体	第二单体	改进的性能及主要用途			
乙烯	醋酸乙烯	增加柔性、软塑料、可做聚氯乙烯共混料			
乙烯	丙烯	破坏结晶性,增加柔性和弹性,生产乙内橡胶			
异丁烯	异戊二烯	引入双键,供交联用、生产丁基橡胶			
丁二烯	苯乙烯	增加强度、生产丁苯橡胶			
丁二烯	丙烯腈	增加耐油性、生产丁腈橡胶			
苯乙烯	丙烯腈	提高抗冲强度、生产增韧塑料			
氯乙烯	醋酸乙烯酯	增加製性和溶解性能,生产塑料和涂料			

共聚物的物理 力学性能取决于分子链中单体链节的性质、相对数量及其排列方式。 在合成中选择适当条件、即可得到所需性能的共聚物。由两种单体所组成的共聚物、按大 分子链中两单体链节的排列方式、可分为无规共聚物、交替共聚物、嵌段共聚物、接枝共 聚物四类。根据单体反应特点、采用自由基聚合可分别获得上述四种共聚物;采用离子聚 合合成磁段±聚物性效有效。

2. 竞聚率与共聚物组成的关系

式中, k_1 、 k_2 分别为单体 M,和游离基 M;及 M;反应的速率常数、 k_3 、 k_2 分别为单体 M,和游离基 M;及 M;反应的速率常数。定义 $r_1 = k_1/k_1$ 、 $r_2 = k_2/k_3$ 、可见 r_3 、 r_4 发在竞争反应中两种单体和同一链自由基反应时的相对活性,所以"竞聚率"的含义是竞争聚合时两种反应活性的比值。显然了值反映了两种反应方式的速率相对大小。

当r<1时,单体倾向于共聚;

当 r=1 时,单体发生自聚和共聚的倾向相等;

当r>1时,单体倾向于自豪(即均聚);

当 r=0 时,单体不能自聚而只能共聚。

7.4.6 缩合聚合

缩聚是缩合聚合反应的简称,生成聚合物同时常伴随有小分子刷产物形成。缩聚反应和某些非缩聚(类似加聚)反应属于逐步聚合。绝大多数缩聚反应都是典型的逐步聚合反应,聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯、酚醛树脂、脲醛树脂、醇酸树脂等都是重要的缩聚物。许多带有芳杂环的耐高温聚合物。如聚酰亚胺、聚噻吩等也是由缩聚反应制得的。逐步聚合反应中还有非缩聚型的、如聚氨酯的合成、Diels Alder 加成反应合成梯形聚合物等。

1. 聚合单体的类型

逐步聚合反应的基本特点是反应发生在单体所携带的官能团上,这类官能团有; OH、-NH。、-COOH、-COOR、-COCl、-H、-Cl、-SO。等。可供逐步聚合的单体类型很多,但需同一单体上至少带有两个可进行逐步聚合反应的官能团。

2. 缩聚反应的分类

缩聚反应可从不同角度进行分类,主要的分类方法是按照所生成聚合物的几何构型。 (1)线形缩聚反应。参加缩聚反应的单体都含有两个官能团,反应中形成的大分子向



两个方向增长,得到线形分子的聚合物,此种缩聚反应称为线形缩聚反应。涤纶、尼龙、 聚碳酸酯等就是按此类型反应合成的。如二元酸与二元胺的反应为

 $nHOOCRCOOH \vdash nH_2NR'NH_2 \longleftrightarrow HO \vdash OCRCONHR'NH \vdash H \vdash (2n-1)H_2O$

(2) 体型缩聚反应。参加缩聚反应的单体至少有一种含两个以上的官能团、反应中 形成的大分子向三个方向增长,得到体型结构的高聚物,此种反应称为体型缩聚反应。 酚醛树脂、脲醛树脂等就是按此类反应合成的。如邻苯二甲酸酐和甘油(丙三醇)的反 应为

此外,按参加缩聚反应的单体不同,缩聚反应可分为均缩聚(如尼龙6的合成)、浇缩聚 (尼龙66的合成)、共缩聚等,按反应后所形成健合基团的性质分为聚酯、聚酰胺、聚醚、聚砜等,按反应的热力学特征分为平衡缩聚与非平衡缩聚等。

7.4.7 聚合实施方法

	7	K / O MITHER XXIII.	73 7AL DE PA	
項目	本体聚合	溶液聚合	悬污聚合	乳液聚合
配方主要 成分	单体、引发剂	单体、引发剂、溶剂	单 体、引 发 剂、水、分散剂	单体、水溶性引发 剂、水、乳化剂
聚合场所	本体内	溶液内	液滴内	胶束和乳胶粒内
聚合特征	遵循自由基聚合 · 般 机理、提高速率往往使 分子量降低	伴有向溶剂的链 转移反应, 一般分 了量较低, 速率也 较低	与本体聚合相同	能同时提高聚合速 率和分 「量
生产特征	热不易散出、主要 是间歇生产,设备简单、宜制板材和型材。 分产最调节难	散热容易,可连 续生产,不官制成 干燥粉状或粉状树 脂,分子量调节 容易	散热容易, 间歇 生产, 须 经 分 离、 洗涤、 1 燥等 L 序、 分子量调节难	散热容易,可连续 生产,制成固体树脂 时须丝凝聚、洗涤、 下燥等 L序,分子量 易调节

表 7-3 四种聚合实施方法比较

(续)

项目	本体聚合	溶液聚合	悬浮聚合	乳液聚合
产物特征	聚合物纯净、易于 生产 透明、浅色制品、分子量分布宽	一般聚合液直接 使用、分子量分布 窄、分子量较低	比较纯净,可能 留有少量分散剂、 直接得到粒状产 物,利于成形,分 子量分布宽	聚合物留有少量乳 化剂及其他助列。 化剂及其他助引。 下对电性能要求不高 的场合,乳液也可自 接使用,分子量分 布窄

7.5 常用高分子材料



7.5.1 塑料

1. 塑料的概述

塑料是高分子材料中最主要的品种之一,产量约占合成高分子材料总量的 70%~75%,其质量轻(密度约为 0.9~2.2kg·m⁻, 仅为钢铁的 1/4~1 8)、比强度高、电绝缘性好(约 10'~10′Ω·cm)、耐化学腐蚀、耐辐射、容易成形;但其力学性能差、表面使度低、大多数易燃、导热性差、使用温度范围窄。塑料的品种很多、增长速度很快、用途广泛。表 7-4 列出了一些常用塑料的力学性能和主要用途。

表 7-4 常用塑料的力学性能和主要用途

名 称	抗抗强度 MPa	抗压强度 MPa	抗弯强度 MPa	冲击强度 (kJ・m ⁻)	使用温度	主要用途
聚乙烯	8~36	20~25	20~15	~2	− 70~ + 100	·般机械构件, 电缆包缚, 耐蚀、耐磨涂层等
聚酰胺 聚丙烯	40 ~ 19	10 60	30 ~ 50	5~10	-35 ~ 121	般机械零件, 高赖领 缘件, 电缆包缚等
聚氯乙烯	30 - 60	60 90	70 -110	1-11	-15 55	化厂耐蚀构件, -般线 缘件, 薄膜, 电缆套等
聚苯乙烯	>60	_	70~80	12~16	-30~75	高频绝缘件,耐蚀、装饰构件等
ABS	21~63	18~70	25~97	6~~3	40~90	·般构件,耐磨传动件,化工装置、管道等
聚酰胺	45~90	70~120	ə0~110	1~10	~100	般构件,减摩、耐集 传动性,耐磨涂层等



名 称	抗拉强度 /MPa	抗压强度 /MPa	抗弯强度 /MPa	神击强度 /(kJ・m ⁻²)	使用温度 /℃	主要用途
楽甲醛	60~75	~125	~100	~6	-40~100	·般构件,耐磨传动件,耐蚀件及化工容器等
聚碳酸酯	55~70	~85	~100	65~75	-100~130	耐磨、受力机械件, 位 表零件, 绝缘件等
楽四氯乙烯	21~28	~7	11~14	~98	-180~260	耐蚀、耐磨件。密封件,高温绝缘件等
聚砜	-7.0	~100	~ 105	~:	-100~150	高强度耐热件、绝线 作、高频印制电路板等
有机玻璃	12~50	80~126	75~135	1~6	-60~100	透明件、装饰件、绝线 件等
酚醛塑料	21~56	105~245	56~84	0.00-0.82	~110	一般构件,水润滑轴承,绝缘件,复合材料等
环氧塑料	56~70	84~140	105~125	~5	780 - 155	塑料膜、精密膜、仪表 构件,金属涂覆、包封 修补、制备复合材料等

塑料有不同的分类方法叙述如下:

- (1)按加工条件下的流变性能分类。①熱塑性塑料、指在特定温度范围内具有可反复加熱软化、冷却硬化特性的塑料品种、如聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等。热塑性塑料具有线型高分子链结构。②热固性塑料、指具有不溶、不熔的特性、经加工成形后、形状不再改变、若加热则分解的品种、如聚氨酯、环氧树脂、酚醛树脂等。
- (2)按使用性能分类:①通用塑料,通常指产量大、成本低、通用性强的塑料,如聚 氯乙烯、聚乙烯等;②工程塑料,指具有较高的力学性能,耐热、耐腐蚀,可以代替金属材料用作工程材料或结构材料的一类塑料,如聚酰胺(尼龙)、聚甲醛、聚碳酸酯等;③特种塑料,指具有某些特殊性能的塑料,如耐高温、耐腐蚀等,此类塑料产量少,价格较贵,只用于特殊场合。

随着塑料应用范围不断扩大, 工程塑料和通用塑料之间的界限很难划分。如聚乙烯可用于化工机械(作工程塑料), 也可用于食品工业(作通用塑料)。

2. 塑料的应用

- 1) 热固性塑料
- (1) 酚醛塑料(PF)。酚醛塑料由酚醛树脂外加添加剂构成,是世界上最早实现工业化 生产的塑料,在我国热固性塑料中占第一位。由于在酚醛树脂中存在着烃基和烃甲基等极 性基团,放其与金属或其他材料的黏附力好,可用作黏结剂、涂料、层压材料及玻璃钢的 原料和配料。因酚醛树脂中苯环多、交联密度大,放有一定的机械强度、耐热性较好,且

成形工艺简单、价格低廉。因此广泛用于机械、汽车、航空、电器等工业部门中。如图 7 4 所示。酚醛树脂缺点是颜色较深、性脆、易被碱侵蚀等。改性酚醛树脂是当今研究热点之一。

(2) 环氧塑料(EP)。环氧塑料是在环氧树脂中加入固化剂填料或其他添加剂制成的热 固性塑料,如图 7 5 所示。环氧树脂是很好的胶黏剂,有"方能胶"之称。在室温下容 易调和闭化、对金属和非金属都有很强的胶黏能力。EP 具有较高的强度、韧性。在较宽 的颗率和温度范围内具有良好的电性能,通常具有优良的耐酸、碱及有机溶剂的性能、还 能耐大多数霉菌并耐热、耐寒。



图 7-4 酚醛塑料制品



№ 17-5 环氧塑料制品

2) 热朝性朝料

- (1) 聚氯乙烯(PVC)。聚氯乙烯是以碳链为主链的线型结构大分子,由氯乙烯单体加聚合成。属于热塑性的高聚物。优点是耐化学腐蚀、不燃烧、成本低、易于加丁。缺点是耐热差。冲击强度低。有一定的毒性。根据添加剂的不同、聚氯乙烯制品可分为软聚氮乙烯塑料和硬聚氯乙烯塑料。软聚氯乙烯塑料可以制成包装、保温、防水用的沸胶、软管、人造革等; 便聚氯乙烯塑料可制作便管、板材(见图 7-6),可以焊接加工制成各种生产设备代替金属。还可制成软、硬泡沫塑料。
- (2) 聚乙烯(PE)。其为世界上产量最大的塑料品种,具有50多年的工业化生产历史。价格便宜、性能优良、发展速度快、应用面最广。按其生产方法可分为高压聚乙烯(低密度聚乙烯)和低压聚乙烯。高密度聚乙烯)。高压聚乙烯的质地柔软、较透明,具有良好的机械爆度、化学稳定性。且纳塞、耐辐射、无毒。在下农业和国防上被广泛用作包装海膜、农用薄膜、电缆等。如图7-7 所示。低压聚乙烯的质地柔韧、机械强度较高压聚乙烯大,可供制造电气、仪表、机器的壳体和学部件等。也可以抽丝做成渔线、渔网。



图 7-6 聚氯乙烯板



图 7-7 聚乙烯薄膜



(3) 聚丙烯(PP)。其在催化剂作用下、由丙烯单体聚合而成。是无色透明的塑料、机械性能好、具有较高的抗拉强度、弹性好而表面强度大、质轻、相对密度仅为 0.90 ~ 0.91,是目前已知常用塑料中相对密度最小的一种。主要缺点是低温易脆化、易受热、光作用变质、易破等。聚丙烯可用于制作电气元件、机械零件等工业制品,也可以用其做餐盒、药品、食品的包装等。

3) 常用工程塑料

(1)聚酰胺(PA)。聚酰胺是最早发现的热塑性塑料、是指主链上含有酰胺基闭(NHCO)的高分子化合物、其商品名称是尼龙或锦纶、是目前机械工业中应用比较广泛的一种工程材料。尼龙 6 是已内酰胺的聚合物、是工程塑料中发展最早的品种、目前在产量上居下程塑料之首。尼龙的品种很多,其中尼龙 1010 是我国独创、用蘸麻油为原料制成的。聚酰胺用于纤维工业、突出的特点是断裂强度高、抗冲击负荷、耐疲劳、与橡胶黏附为好、被大量用作结构材料、也可用作输油管、高压油管和储油容器等,如图7-9所示。



图 7-8 聚丙烯塑料



图 7-9 聚酰胺塑料

(2) 聚甲醛(P()M)。聚甲醛是由甲醛或散聚甲醛聚合而成的线性高密度、高结晶的高



图 7-10 聚甲醛板

分子化合物,是继尼龙之后发展的优良工程塑料,如图7-10 所示,具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是优异的摩擦性能。按分子链化学结构不同,可分为共聚聚甲醛和均聚聚甲醛两类。聚甲醛的主要缺点是热稳定性差,所以必须严格控制成形加工温度。其遇火会燃烧,长期在大气中曝晒还会老化,因此室外使用,必须加稳定剂。聚甲醛用于制造工业零件代替有色金属和合金等,在汽车、机床、化工、仅表等行业广泛使用。

(3) ABS 塑料。ABS 塑料是由丙烯腈(A)、 「二烯(B) 和苯乙烯(S) 三种单体以苯乙烯 为主体共聚而成的树脂。ABS 塑料兼有三种组分的综合特点、A 使其耐化学腐蚀、耐热、并有一定的表面硬度;B 使其具有高弹件和韧性;S 使其具有热塑性塑料的加 I 成形特征 并改善其电性能,因此,ABS 树脂具有耐热、表面硬度高、尺寸稳定、易于成形和机械加 下等特点,其缺点是耐热性不高。综合而言、ABS 塑料是一种原料易得、综合性能好、价格低廉、用途广泛的材料,在家用电器 如图 7 11),电器制造、汽车等领域得到广泛

应用,

(4) 聚四氟乙烯(PTFE 或 F4)。聚四氟乙烯塑料是四氟乙烯单体的均聚物,是一种线型结晶态高聚物。聚四氟乙烯 为含氟柯脂中综合性能最突出的一种,其应用最广、产量最大,约占氟塑料总产量的 85%,由于分子链中有氟原子和稳定的碳氟键,使之耐热、耐寒、具有良好的自润滑性、优异的耐化学腐蚀性、有"塑料上"之称;其具有优良的电性能、是目前所有固体绝缘材料中介电损耗最小的。但聚四氟乙烯。健废低,加热病制度大、只能用冷压烧结方法成形。目前聚四氟乙烯常被用于制作耐热性高、介电性能好的电丁目前聚四氟乙烯常被用于制作耐热性高、介电性能好的电丁



图 7~11 多功能 ABS 塑料 笔记本电脑折叠桌

器材和无线电零件,耐腐蚀的密封件、化工设备、机械工业中的耐磨件及航天、航空和核工业中的超低温材料等。

7.5.2 橡胶

1. 橡胶的概述

橡胶与塑料的区别是在很宽的温度范制内(-30~+150℃)处于高弹态, 具有显著的高弹性。 其最大特点是具有良好的柔顺性、易变性、复原性、因而广泛用作弹性材料、密封材料、减磨材料、防振材料和传动材料、在工业、农业、交通、国防、民用等领域有着重要的实际应用价值。

1) 橡胶的组成

纯橡胶的性能随温度的变化有较大的差别、高温时发粘、低温时变脆、易于被溶剂溶解。因此,其必须添加其他组分且经过特殊处理后制成橡胶材料才能使用。其组成包括。 ①生胶、为橡胶制品的主要组分、起黏结剂的作用。使用不同的生胶、可以制成不同性能的橡胶制品,其来源可以是天然的。也可以是合成的。②橡胶配合剂,主要有硫化剂、硫化促进剂、防老化剂、软化剂、发泡剂等,能提高橡胶制品的使用性能或改善其加 Ⅰ. 性能。

2) 橡胶的种类

实际应用的橡胶种类已达 20 余种,有多种分类方法,但基本上分为天然橡胶和合成橡胶两大类。

- (1) 天然橡胶。天然橡胶是橡树上流出的胶乳经过凝固、干燥、加压等工序制成的生胶,是以异戊、烯为主要成分的不饱和天然高分子化合物。天然橡胶有较好的弹性、弹性模量为3~6MN・m ';有较好的机械性能,硫化后抗拉强度为17~29MN・m ';有良好的耐碱件,但不耐浓强般,还有良好的电绝缘件。其缺点是耐油性差、耐臭氧老化性差、不耐高温。广泛用下制造轮胎等橡胶工业上。
- (2) 合成橡胶。合成橡胶是一类合成弹性体、按其用途分为通用合成橡胶、特种合成橡胶两类。通用合成橡胶,其件能与天然橡胶相近、主要用于制造各种轮胎、日常生活用品和医疗卫生用品等,特种合成橡胶,具有耐寒、耐热、耐油、耐腐蚀等某些特殊性能、用于制造在特定条件下使用的橡胶制品。通用合成橡胶和特种合成橡胶之间并没有严格的界线,有些合成橡胶兼具上述两方面的特点。



2. 橡胶的应用

世界合成橡胶产量已大大超过了天然橡胶。合成橡胶的种类很多。其中产量最大的是丁苯橡胶、约占合成橡胶的 50%, 其次是顺丁橡胶、约占 15%。两者都是通用橡胶。另外,还有产量较小、具有特殊性能的合成橡胶、如耐老化的乙丙橡胶、耐油的丁腈橡胶、不燃的氯丁橡胶、透气性小的丁基橡胶等。表 7 5 列出了 此橡胶的种类、性能和用涂。

			表 / - 5 一	些橡胶的种类	、江州北州川巡		
名称	代号	抗拉强度/ (MN·m ⁻²)	延伸率 /(%)	使用温度 /℃	特性	用 途	
天然橡胶	NR	25~30	650 ~ 900	-50~ +120	高强绝缘防振	通用制品轮胎	
丁苯橡胶	SBR	15~20	500~800	-50~+140	耐磨())	通用制品胶版、胶 布轮胎	
顺丁橡胶	BR	18 ~ 25	450~800	120	耐磨耐寒与天	轮胎运输带、天然	
异戊橡胶	IR	_	_	-50~+100	然橡胶非常相似	橡胶代用品	
氯丁橡胶	CR	25~27	800~900	-35~130	耐酸碱、粗燃	管道、电缆、轮胎	
	NBR	15~30	300~800	-35~175	耐油水、气密	油管、耐油垫圈	
乙内橡胶	EPDM	10~25	400~800	150	耐水、气密	汽车零件、绝缘体	
聚氨酯胶	VR	20 ~ 35	300 ~ 800	80	高强、耐磨	胶辊、耐磨件	
硅橡胶		4~10	50~500	-70~275	,耐热、绝缘	耐高温零件	
氟橡胶	FPM	20~22	100 ~ 500	-50~300	耐油碱、真空	化丁设备衬里、密 封件	
聚硫橡胶	-	9~15	100~700	80~130	耐油、耐碱	水龙头衬垫管子	

表 7-5 一些橡胶的种类、性能和用涂

- (1) 丁苯橡胶(SBR); 为含 3/4 丁二烯、1/4 苯乙烯的共聚物,是典型的通用合成橡胶,如图 7-12 所示。其优点为质量均一、硫化速率快、生产工艺易控、价格低廉等; 缺点是生胶强度低、黏附性差、收缩大、成形困难等。主要用于制作空心轮胎、软管、轧辊、胶布、模型等工业用品。
- (2) 顺丁橡胶(BR):由丁二烯聚合而成,又称聚丁二烯橡胶。优点是同弹性高、受振动时内部发热少、耐磨耗性优良、价格低廉等。缺点是强度很低、抗撕裂性差、储藏较难等。顺丁橡胶大多是与天然橡胶或者丁苯橡胶掺和使用,主要用于制造胶带、减振部件、缔维零件、轮胎(见图7-13)等。
- (3) 异戊橡胶,因其主要成分为聚异戊二烯。与天然橡胶 · 致、敌其化学结构和物理力学性能都与天然橡胶非常相似,因此被称为"合成天然橡胶"。能作为天然橡胶的代用品。其耐弯曲开裂性、电性能、吸水性、耐老化性等性能均优于天然橡胶。但强度、刚性、硬度则比天然橡胶差 些、价格高于天然橡胶。异戊橡胶可作浅色制品。凡能使用天然橡胶的领域均适用。



图 7-12 丁苯橡胶管



图 7-13 顺丁橡胶轮胎

(4) 硅橡胶: 由有机硅氧烷与其他有机硅单体共聚而成, 具有良好的耐热和耐寒性, 在一100~ +350℃保持良好的弹性, 抗老化、绝缘性好。其缺点是强度低, 耐磨、耐酸碱性差、价格高。分为热硫化型高温硫化硅胶 HTV)、室温硫化型(RTV)。高温硅橡胶主要用于制造各种硅橡胶制品, 室温硅橡胶主要作为粘接剂、灌封材料或模具使用。 耐橡胶存现代医疗中发挥着重要作用, 此外还用于制造飞机和守航中的密封件、薄膜和耐高温的电线、电缆等。图7-14 所示为硅橡胶制品。



图 7-14 硅橡胶制品

(5) 氯丁橡胶(CR): 由单体氯丁二烯经乳液聚合而得, 具有高弹性、高绝缘性、高强度、耐油等优点。物性上处于通用橡胶和特种橡胶之间, 有"万能橡胶"之称。主要缺点是耐寒性差、密度较大(1.25g·cm⁻)、生胶稳定性差等。氯丁橡胶主要用于制作输送带、风管、电缆、输油管等。

7.5.3 纤维

1. 纤维的概体

纤维指在室温下分子的轴向强度很大,受力后变形较小,在一定温度范围内力学性能 变化不大的高聚物材料。纤维分为天然纤维与化学纤维两大类,而化学纤维又分为人造纤 维和合成纤维两种。

- (1) 天然纤维;常见的天然纤维有棉、羊毛、蚕丝和麻等。棉化和麻的主要成分是纤维素、棉纤维是外观具有扭曲的空心纤维,其保暖性、吸湿性和染色性好、纤维间抱合力强。羊毛由两种吸水能力不同的成分所组成,是蛋白质纤维;蚕丝的主要成分也是蛋白质,同属天然蛋白质纤维。
- (2) 化学纤维;其中人造纤维是以天然高分子材料作原料,经化学处理与机械加工而制得的纤维。再生纤维是人造纤维中最主要的产品。以缩短绒、木材等为原料用烧碱和 二氧化碳处理,纺丝制得的纤维称为再生纤维素纤维,如黏胶纤维;以玉米、大豆、花生以及牛乳酪素等蛋白质为原料制得的纤维,称为再生蛋白质纤维。人造纤维是人造丝和人造



棉的通称。而合成纤维是以合成高分子材料为原料经纺丝制成的纤维,用于制备此种纤维的聚合物必须能够熔融或溶解,其有较高的强度,较好的耐热性、染色性、抗腐蚀性等

2. 纤维的应用

合成纤维品种繁多,其产量已超过人造纤维。合成纤维强度高、耐磨、保暖,不会发生霉烂,大量用于下业生产以及各种服装等,其中聚酯纤维、尼龙、聚丙烯腈纤维被称为三大合成纤维,产量最大。主要合成纤维的性能和用途见表7-6。

商品名称	锦纶	涤纶	腈纶	氯纶	丙纶	乙纶	芳纶
化学名称	聚酰胺	樂酷	聚內烯腈	樂氣乙烯	张内娇	聚乙烯	芳香族聚 酰胺
密度/ (g·cm ⁻³)	1.14	1. 38	1. 17	1. 30	1 189	0.97	1, 45
吸水率 (24h)/(%)	3.5~5	0.4~0.5	1.2~2.0	4.676.0	0	0	3. 5
软化温 度/℃	170	240	190-230	220~230	60~90	140~150	160
特性	耐磨、强 度高、模量 低	强度高、 弹性好、暖 水亭低、耐 冲击、黏着 力强	柔软、蓬 松、刷 响、 强度低	价格低。 比棉纤维优 异		超轻、高比强度、耐磨	强 度 高、 模 量 大、耐 熱、化 学 稳 定性好
用途	轮胎、帘	电绝缘材料,运输带、 帐篷、帘子 线	實布、帐 篷、船帆、碳 纤维、原材 料	化工滤布、 工作服、安 全帐篷	军用被服、 水龙带、合 成纸、地毯	用于复合 材料、飞机 安全椅、绳 索	飞行服、 字航服、防 弹衣

表 7-6 主要合成纤维的性能和用途

(1) 聚酯纤维(PET); 又称涤纶或的确良, 是生产量最大的合成纤维, 如图 7-15 所示。涤纶的化学组成是聚对苯二甲酸乙二醇酯。其特点是强度高、耐日光稳定性仅次于脂纶、耐磨性稍逊于锦纶, 热变定性特别好, 即便被水润湿也不走样, 经洗耐穿, 可与其他



图 7-15 聚酯纤维

纤维混纺、是很好的衣料纤维。缺点是因为疏水性、不吸 汗,与皮肤不亲和、而且需高温染色。目前、大约90%的 涤纶用作衣料、75%用作纺织品,15%用作编织品,6%左 右用于工业生产,用于制造轮胎帘子线、传送带、渔网、 帆布、獭鳅等。

(2) 聚酰胺纤维:又称尼龙、锦纶或耐纶。尼龙(nylon)开始是杜邦公司的商品名,现在已成为通用名称。其 具有高强韧、弹性高、质量轻、染色性好等优点,因拉伸 弹性好校难起皱、抗疲劳性好、是比蜘蛛丝还细、比钢丝 还强的纤维。缺点是保暖性、耐热性和耐光性偏弱,做衣料易变形、褪色。但目前仍为代表性合成纤维,约12的缔纶用作衣料(见图7-16),约1/6做轮胎帘子线,约1/3用于其他工业生产。

(3) 聚丙烯腈纤维,又称腈纶、奥纶或开司米,包括丙烯腈均聚物及其共聚物纤维、前者缩写为PAN,柱邦公司1950年 L业化的"奥纶"是其代表性产品,后者是与氮乙烯或偏二氯乙烯的共聚产品,几乎都是知纤维。聚丙烯腈纤维的主要优点是蓬松柔软、轻盈、保暖性好,性能极似羊毛,故有"人造羊毛"之称,如图7-17所示。缺点是吸水率低(1%~2%),所以不适合作贴身内衣、强度不如涤纶和尼龙,耐密性差,甚至不及羊毛和棉龙。目前、大约70%的腈纶用作农料。60%用作编织物、5%用于丁业生产。





图 7-17 娶丙烯腈纤维

7.5.4 涂料

1. 涂料的概述

涂料是一种液态或粉末状的物质,能均匀地涂覆在物体表面形成坚韧的保护膜,对物体起保护、装饰和标志等作用或赋予其一些特殊功能(如示温、发光、导电和感光等)。涂料品种繁多,广泛用于人类日常生活、石油化工、字航等方面,开发高质量、低成本、易施工,环保型的涂料是涂料工业发展的方向。

1) 涂料的组成

- (1) 成膜物质(黏料), 是涂料的基本成分。原则上各种天然及合成聚合物均可作成膜物质,包括通过聚合或缩聚反应形成的膜层,和溶解于液体介质中的线型聚合物通过挥发形成的膜层。
- (2) 颜料:起装饰和抗腐蚀的保护作用。有铬黄、铁红等无机颜料、铜粉、铜粉等金属颜料、炭黑、大红粉等有机颜料和夜光粉、荧光粉等特种颜料。
- (3) 溶剂;用来溶解成胰物质的易于挥发性物质,常用的有甲苯、二甲苯、丁醇、醋酸乙酯等。
- (4)填充剂,又称增量剂或体质颜料,能改进涂料的流动性、提高膜层的力学性能和耐久性。主要有重晶石、碳酸钙、滑石、云母等粉料。
- (5) 催干剂: 促进聚合或交联的催化剂。有环烷酸、辛酸、松香酸、亚油酸的铝、锰、钴盐等。
 - (6) 其他:包括增塑剂、增稠剂或稀释剂、颜料分散剂、杀菌剂、阻聚剂、防结皮



剂等.

- 2) 涂料的种类
- (1) 按性质分类。

油性涂料:即油基树脂漆,包括植物油加天然树脂或改性酚醛树脂为基的清漆、色漆及天然树脂类漆等。

合成树脂漆:包括酚醛树脂漆、醇酸树脂漆、聚氮酯树脂漆等。其形成的漆膜硬度 高、耐磨性好、涂饰性能好、但使用有机溶剂量大、对环境和人体健康不利。

乳胶漆:又称乳胶涂料,属于水性涂料,是以合成聚合物乳液为基料,将颜料、填料、助剂分散于其中形成的水分散系统。其安全、无毒、施丁方便、涂膜干燥快、成本低,但硬度和耐燥性差。主要品种有聚醋酸乙、蜂酰乳漆、丙烯酸酯乳漆系列。

粉末涂料;采用喷涂或静电涂 L. 艺涂敷。包括热塑性粉末涂料,如聚乙烯、尼龙等; 热固性粉末涂料,有环氧型剂聚酯型,为由反应性成脓物质等组成的混合物。

(2) 按功能分类。

保护性涂料: 防止化学或生物性侵蚀。

装饰和色彩性涂料、用于美化环境或分辨功用。

特殊功能性涂料:用于绝缘、防火、抗辐射、导电、耐油、隔声等。

- 2. 涂料的应用
- (1) 合成树脂漆: 属油性涂料, 上要优点是耐蚀性和耐水性好、价格低、表面附着力强、干燥快等, 用于家具、建筑、船舶、汽车等。
- (2) 乳胺涂料: 其优点是不污染环境、安全无毒、不燃烧等、主要用作建筑涂料。但 涂糖的硬度和耐磨性能比树脂漆差。
- (3) 功能涂料: 施用此种涂料是对材料改性或赋予其特殊功能的最简单方法,涂料不 但有一般涂料的功能,还可根据不同要求,具有以下各种功能。

如防火涂料,具有防火功能,涂料本身不燃或难燃,能阻止底材燃烧或对其燃烧的蔓延起阻滞作用。以减少火灾的发生、降低损失;

防霉涂料,是一种能抑制涂膜中霉菌生长的建筑涂料,用于食品加工厂、酿造厂、制 药厂等至间与库房的墙面;

防蚊蝇涂料,又称杀虫涂料,涂料中含有杀虫药液,属接触性杀虫;

伪装涂料,在各种设施或武器上涂一层该类涂料,或吸收雷达波,或防红外侦察、卢纳 探测等,其中迷彩涂料可以减少或消除目标背景的颜色,变色涂料可以实现光色互变等;

导电涂料,涂料中含有导电微粒,可以导电,也可以使涂层加热,用于电气、电子设备塑料外壳的电磁屏蔽、房间取暖和汽车玻璃防雾等;

航空航天特种涂料、包括用于减少振动、降低噪声的阻尼涂料、用于宇航飞行器表面 防止高热流传入飞行器内部的防烧蚀涂料、可以保持航天器的各种仪器、设备和宇航员的 正常工作环境温度的温控涂料。

7.5.5 胶黏剂

1. 胺黏剂的概述

胶黏剂又称"胶粘剂"或"胶",指通过黏附作用使被黏物结合在一起,且结合处有

足够强度的物质,

1) 胶黏剂的组成

胶黏剂是一种多组分的材料,一般由黏结物质、固化剂、增韧剂、填料、稀释剂、改 性剂等组成。

結结物质又称結料、是胶黏剂中的基本组分、起結结作用。固化剂是促使黏结物质通过化学反应加快固化的组分、可以增加胶层的内聚强度、是胶黏剂的主要成分。增制剂是提高胶黏剂硬化后黏结层的树性、抗冲击强度的组分、常用的有邻苯:甲酸:了酯、邻苯:甲酸 · 产醋等。稀释剂又称溶剂。主要是起降低胶黏剂黏度、便于操作的作用。常用的有两侧、苯、甲苯等。填料在胶黏剂中不发生化学反应,其能使胶黏剂的稠度增加。热膨胀系数、收缩性降低,抗冲击韧性和机械强度提高。常用的品种有滑石粉、石棉粉、铝粉等。 改性剂是为了改善胺黏剂的基一方面性能。以满足特殊要求而加入的组分,如防多化

2) 胶黏剂的分类

剂, 防腐剂, 防震剂, 阳树剂等。

胶黏剂的品种聚多、目前有多种分类方法、尚无统一的分类标准。

按黏料或主要组成分类,包括无机胶黏剂和有机胶黏剂,无机胶黏剂包括硅酸盐、磷酸盐、硼酸盐和陶瓷胶黏剂等,有机胶黏剂又可分为天然与合成两大类。天然胶黏剂包括动物性、植物性和矿物性;合成胺黏剂包括合成树脂型、合成橡胶型和树脂橡胶复合型。合成树脂型又包括热烟性和热固性两类。热烟性树脂胶黏剂有纤维素酯类。聚酯酸乙烯酯等,热固性树脂胶黏剂有酚醛树脂、脲醛树脂、环氧树脂等。合成橡胶型有氯丁橡胶、丁苯橡胶等。树脂橡胶复合型有酚醛一氯丁橡胶、酚醛-聚氢酯橡胶等。天然胶黏剂来源丰富、价格低廉、毒性低,但耐水、耐潮和耐微牛物作用较差。在家具、书籍、包装、木材加工和工艺品制造等方面有着广泛的应用。占胶黏剂 30%~10%的用量。合成胶黏剂一般有良好的电绝缘性、隔热性、抗振性、耐脆性性、耐微生物作用和较好的黏合强度,其品种多,是胶黏剂的主力,占60%~70%的用量。

按物理形态分类, 有胶液、胶糊、胶粉、胶棒、胶膜和胶带等。按固化方式分类, 有水基煮发型、溶剂挥发型、热熔型、化学反应型和压敏胶。按胶接强度特性分类, 有结构型胶黏剂、次结构型胶黏剂和非结构型胶黏剂。按用途分类, 有適用胶黏剂、高强度胶黏剂、软质材料用胶黏剂, 热熔型胶黏剂、压敏胶及胶黏带和特种胶黏剂(如导电胶、点焊胶、耐高温胶黏剂、医用胶黏剂, 导磁胶等)。

2. 胶黏剂的应用

胺黏剂在人类生活各个方面都有着广泛的应用、从儿童玩具、1. 艺美术品的制作到 & 机、火箭的生产,处处都要用到胺黏剂。例如,一架波音 747 喷气式客机需用胺胰约 2500m,一架 B 58 超音速轰炸机用约 400kg 胺黏剂代替了 15 万只铆钉等。下面介绍几类典型的胺黏剂的应用。

(1) 环氧树脂胶黏剂: 其基料主要为环氧树脂, 应用最广泛的是双酚 A 型。由于环氧 树脂胶黏剂的黏结强度高、通用性强、有"万能胶""大力胶"之称、已在航空航天、汽 年、机械、化厂及日常生活各领域得到广泛应用。环氧树脂胶黏剂的胶黏过程是一个复杂 的物理和化学过程, 胶接性能不仅取决于胶黏剂的结构、性能、酸黏物表面的结构及胶黏 特性,而且和接头设计、胶黏剂的制备 1.2 和储存以及胶接 1. 艺密切相关。同时还受周围



环境的制约。

- (2) 氯「橡胶类胶黏剂:以氯「橡胶为主体材料配制的胶黏剂统称为氯丁橡胶类胶黏剂、被广泛用于布鞋、皮鞋的黏胶。该类材料具有良好的黏接性能,主要分为溶剂型氯丁橡胶胶黏剂和水基型氯丁橡胶胶黏剂。溶剂型氯丁橡胶胶黏剂自一整条,一般情况下,普通型氯丁橡胶胶黏剂;主要用于硫化橡胶、皮革和棉帆布等材料的黏接,接核型氯丁橡胶胶黏剂主要用于聚氯乙烯人造革、皮革、硫化橡胶和热塑性弹性体管材料的黏接。
- (3) 酚醛改性胺黏剂: 主要有酚醛 聚乙烯醇缩醛胺黏剂、酚醛 有机硅树脂胺黏剂和 酚醛 橡胶胶黏剂。改性酚醛树脂胶黏剂可用作结构胶黏剂、黏结金属与非金属、制造剂 年片、砂轮、复合材料等,在汽车、航空、航天等工业部门都获得了广泛的应用。

7.6 功能高分子材料

7.6.1 功能高分子材料的概述

功能高分子材料是指对物质、能量和信息具有传输、转换和储存功能的特殊高分子。 一般是带有特殊功能基团的高分子,又称精细高分子。按照其功能或用途所属的学科领域,可分为物理功能高分子、化学功能高分子和生物功能高分子;大类。

物理功能高分子指对光、电、磁、热、声、力等物理作用敏感并能够对其进行传导、转换或储存的高分子材料,包括光语性高分子、导电高分子、发光高分子和液晶高分子等。化学功能高分子材料,是一类最经典、用途最广的功能高分子材料,包括离子交换树脂、吸附树脂、高分子试剂和高分子催化剂等。生物功能高分子材料,包括离子交换树脂、吸附树脂、高分子试剂和高分子椎化剂等。下面分别作简单介绍。

7.6.2 物理功能高分子材料

1. 异电高分子材料

导电高分子指电导率在半导体和导体之间具有电特性的高分子材料,可做导电膜或填料用于电磁屏蔽、防静电、计算机触点等电子器件,在微电子技术、激光技术、信息技术中也发挥着越来越重要的作用。利用其电化学性能可制作电容器、电池传感器、选择性透过性膜等。导电高分子是具有共轭长链结构的一类聚合物,研究得最多的是聚乙炔、聚苯胺、聚噻吩等。导电高分子材料可分为以下类型;

- (1) 复合型导电高分子,是在基体材料中加入导电填料制成的复合材料。按基体可以 分为导电塑料、导电橡胶、导电胶黏剂等;按导电填料可以分为碳系(炭黑、石墨)、金属 系等。表7~7列出了几种典型复合型导电高分子材料。
- (2) 结构型导电高分子, 指本身或经过掺杂后具有导电功能的高分子材料。该材料本 身具有"固有"的导电性, 由其结构提供导电载流子(电子、离子或空穴), 一旦经掺杂 后, 电导率可大幅度提高, 甚至可达到金属的导电水平。根据导电载流子的不同, 结构型

导电高分子材料又被分为离子型和电子型两类。离子型导电高分子又称高分子固体电解质、载流子主要是离子;电子型导电高分子指以共轭高分子为基体的导电高分子材料、导载流子是电子(或空穴),这类材料是目前导电高分子中研究开发的重点。

	46 / /	70117天正张日正行心间7	1 19 47
材料种类	电导率/(S·m ⁻¹)	基体材料	导电填料
半导体材料	10-8~10-5	塑料、橡胶	金属氧化物粒子、抗静电剂
防静电材料	10 ⁻⁵ ~10 ⁻²	塑料、弹性体	炭黑、抗静电剂
弱导电材料	10-2-0	塑料,硅橡胶	炭黑
导电件电材料	~101	塑料、树脂、硅橡胶	金属纤维、银、铜、炭黑、石墨等

表 7-7 几种典型复合型异电高分子材料

(3) 其他导电高分子材料, 主要指电子转移型和离子转移型的高分子电解质等。

2. 高分子磁性材料

高分子磁性材料主要用作密封条、密封垫圈、电机、电子仪器仪表等,是一类重要的磁性材料。

- (1)复合型高分子磁体。指以高聚物为基体材料。均匀地混入铁氧体或其他类型的磁 粉制成的复合型高分子磁性材料、又称黏结磁体。按基体不同可分为塑料型、橡胶型两 种,按混入的磁粉类型不同可分为铁氧体、稀上类等。目前应用的高分子磁性材料都是复 合型高分子磁体。
- (2) 结构型高分子磁体:目前已发现多种具有磁性的结构型高分子材料,主要是二炔 烃类衍生物的聚合物、含氨基的取代苯衍生物、多环芳烃类树脂等。但是其磁性弱、实验 的重复性差,能实际的应用还有相当长的时间。

3. 高分子发光材料

高分子发光材料指在光照射下,吸收的光能以荧光或磷光形式发出的高分子材料,如 图 7-18 所示。包括高分子荧光材料和高分子磷光材料,可用于显示器件、荧光探针等的制 备。高分子发光材料可通过将小分子发光化合物引入到高分子的骨架或侧基中来制备,并通 过本身不发光的小分子高分子化后共轭长度增大而发光,如繁对苯乙烯(PPV)。



(a) 白天效果



(b) 夜晚效果

图 7-18 高分子发光材料



目前高分子发光材料最重要的应用是聚合物电致发光显示(PLED), PPV 是第一个实现电致发光的聚合物,合成方法和途径较多,可通过改变取代基的结构改善其溶解性、提高荧光效率并调制其发光颜色,设计的余地大,是目前研究最多的一类发光材料。

4. 液晶高分子

液晶是一种取向有序,并能反映光、声、机械压力等外界刺激的流体。发现和研究最早的液晶高分子是溶致性液晶,而目前多数液晶高分子属于热致性液晶。PPTA是以N甲基吡咯烷酮为溶剂、CaCl、为助溶剂,由对苯。胺和对苯。甲酰氯进行低温溶液缩聚而成。它是典型的溶致性液晶高分子,已广泛用作航空和字航材料。

热致性液晶高分子的主要代表是芳族聚酯,其不仅可以制造纤维和薄膜,而且弥补了 溶致性液晶高分子材料的不足。除了以上介绍的主链型溶致性和热致性液晶外,还有许多 侧链型液晶,它们具有特殊的光电性能,可用作电信材料。

7.6.3 化学功能高分子材料

化学功能高分子材料是·类具有化学反应功能的高分子材料,是以高分子链为骨架并 连接具有化学活性的基团构成的。其种类很多,如离子交换树脂、高吸水性树脂、高分子 催化剂、高分子试剂等。

1. 惠子交换树脂

1) 离子交换树脂的特点与分类

离子交换树脂指在聚合物骨架上含有离子交换基团的功能高分子材料。在作为吸附剂使用时、骨架上所带离子基团可以与不同反离子通过静电引力发生作用、吸附环境中的反离子。当环境中存在其他与离子交换基团作用更强的离子时、原来与之配对的反离子将被新离子取代。一般将反离子与换基团结合的过程称为吸附过程;原被吸附的离子被其他离子取代的过程称为脱附过程。

目前离子交換補脂衍生发展了一些很重要的功能高分子材料、如离子交換纤维、吸附 树脂、高分子试剂、固定化酶等。离子交換纤维是在离子交換树脂基础上发展起来的一类 新型材料,其基本特点与离子交换树脂相同,但外观为纤维状、可以不同的织物形式出 现。吸附树脂也是在离子交换树脂基础上发展起来的新型树脂、是一类多孔性的、高度交 软的高分子块聚物、又称高分子吸附剂。其具有较大的比表面积和适当孔径、可以从气相 或溶液中吸附某些物质。

2) 离子交换树脂的功能

- (1) 离子交换。常用的评价离子交换树脂的性能指标有交换容量、选择性、交联度、 化学稳定性等。选择性指离子交换树脂对溶液中不同离子亲和力大小的差异、可用选择性 系数表征。一般室温下的稀水溶液中、强酸性阳离子树脂优先吸附多价离子; 对同价离子 而言、原子序数越大、选择性越高; 弱酸性树脂和弱碱性树脂分别对 H 和 OH 有最大 紊和力等。
- (2) 吸附功能。无论是凝胶型、大孔型离子交换树脂均具有很大的比表面积,具有较强的吸附能力。吸附量的大小和吸附的选择性,主要取决了表面和被吸附物质的极性等因素,大孔型树脂的吸附能力远远大于凝胶型树脂,适当的溶剂或适当的温度可使之解吸。
 - (3) 催化作用。离子交换树脂可对许多化学反应起催化作用、如酯的水解、醇解、酸

解等。与低分子酸碱相比,离子交换树脂催化剂具有易于分离、不腐蚀设备、不污染环境、产品纯度高等优点。

除了上述几个功能外、离子交换树脂还具有脱水、脱色、作载体等功能。

3) 离子交换树脂的应用

离子交换树脂在工业上应用十分广泛。表7 8给出了离子交换树脂的主要用途。

行业	用 途
水处理	水的软化、脱碱、脱盐、高纯水制备等
冶金工业	超铀元素、稀土金属、重金属、轻金属、贵金属和过渡金属的分离、提纯和同收
原子能1业	核燃料的分离、精制、回收、反应堆用水净化、放射性暖水处理等
海洋资源利用	从海洋生物中提取碘、溴、镁等重要化工原料、海水制淡水
化学工业	无机、有机化合物的分离、提纯和回收、催化剂、高分子试剂、吸附剂、下燥剂等
食品工业	糖类生产的脱色、酒的脱色、去浑、去杂质、乳品组成的调节等
医药卫生	药剂的脱盐、吸附分离、提纯、脱色、中和及中草药有效成分的提取等
环境保护	电镀废水、造纸废水、矿冶废水、生活污水、影片洗印废水、1.业废气等的治理

表7-8 离子交换树脂的主要用涂

如用丙烯酸系阴离子水处理用树脂来净化水,工作交换量可达 800~1100kg (mol·m'), 相当于自来水经 28 次重复蒸馏的结果,净水效率很高。目前离子交换树脂处理水技术已广泛应用于原子能工业、医疗、字航等各领域。

2. 高吸水性树脂

高吸水性树脂是一种含有羧基、羟基等强亲水性基闭片具有一定交联度的水溶胀顺高 分子聚合物,如图7-19 所示,其不溶于水,也难溶于有机溶剂,具有吸收自身几百倍甚

至上千倍质量的水的能力。且吸水速率快,保水性能 好。在石油、化工、轻工、建筑、医药和农业等部门 都有广泛的用涂。

高吸水性树脂有多种分类方法,其中按原料来源 分类最为常用。按此方法分类,高吸水性树脂主要可 分为淀粉类,纤维素类和合成聚合物类;大类。

(1) 淀粉类高吸水性树脂,主要有两种形式, 种是淀粉与丙烯腈进行接枝后,用碱性化合物水解引 人意水性基团的产物,由美国农业部北方研究中心, 发成功;另一种是淀粉与亲水性单体(如丙烯酸、丙 烯酰胺等)接枝聚合,然后用交联剂交联的产物,由



图 7-19 高吸水性树脂

日本:洋化成公司研发成功。淀粉类高吸水性树脂的优点是原料来源丰富、产品吸水倍率较高;缺点是吸水后凝酸强度低、长期保水性差等。

(2) 纤维素类高吸水性树脂:有两种类型,一种是纤维素与一氯醋酸反应引入羧甲基



后用交联剂交联的产物;另一种是由纤维素与亲水性单体接枝的共聚产物。纤维素类高吸水性树脂的吸水倍率较低。同时亦存在易受细菌的分解失去吸水、保水能力的缺点。

(3)合成高吸水性树脂: 主要有四种类型: ①聚丙烯酸盐类,为生产最多的合成高吸水性树脂,由丙烯酸或其盐类与具有二官能团的单体共聚而成。其吸水倍率较高,一般均在下倍以上。②聚丙烯腈水解物,为将聚丙烯腈用碱性化合物水解,再经交联剂交联得到的高吸水性树脂。其吸水倍率不太高,一般在 500~1000 倍。③醋酸乙烯酯共聚物,为醋酸乙烯酯与丙烯酸甲酯的共聚产物经水解后得到的高吸水性树脂。这类树脂在吸水后有较高的机械强度,适用花開较广。④改性聚乙烯醇类,为由聚乙烯醇与环状酸酐反应生成的高吸水性树脂。其吸水倍率为 150~100 倍,虽吸水能力较低,但初期吸水速度较快,耐热性和保水性都较好,是一类适用面较广的高吸水性树脂。

3. 高分子化学试剂

常见的高分子化学试剂根据所具有的化学活性不同,分为高分子氧化还原试剂、高分子 磷试剂、高分子肉代试剂等。高分子化学试剂的应用范围非常广泛,且发展迅速,表7-9 列出了几种常见的高分子试剂。

		30: 7 = 3 PB 30: B9 PB 23 3 PA 7/19	
高分子试剂	母体	功能基闭	反应
氧化剂	聚苯乙烯	соон	帰烃环氧化
还原剂	聚苯乙烯	-Sn($n - Bu$)H.	将醛、稠等羰基还原成醇
氧化环氧树脂	乙烯基聚合物	OH OH	兼具氧化还原的特点
肉化剂	聚苯乙烯	Cl Cl	将羟基或羧基转变为氯代或 酰氯
酰基化剂	聚苯乙烯	OCOR NO ₂	使胺类转化为酰胺, 当 R 为 氨基酸衍生物时, 用 J 多肽 合成
烷基化剂	聚苯乙烯	—————————————————————————————————————	与碘代烷反应增长碳链

表 7-9 常见的高分子试剂

4. 高分子催化剂

高分子催化剂由高分子母体和催化剂基团组成,催化剂基团参与反应,反应结束后自身却不发生变化,因高分子母体不溶于反应溶剂中,属液固相催化反应,产物容易分离,催化剂可循环使用,流程示意图如下;

高分子催化剂包括酸碱催化用的离子交换树脂、聚合物氢化和脱羧基催化剂、聚合物 相转移催化剂等。由于使用目的和制备方法的原因、使用高分子材料生产的固化酶也属于 高分子催化剂。一些酸、碱离子交换树脂也可作为酸、碱催化剂。

7.6.4 生物功能高分子材料

生物功能高分子材料指与人体组织、体液或血液相接触、具有人体器官、组织的全部或部分功能的材料。20 世纪 50 年代,有机硅聚合物用于医学领域、使人工器官的应用范围人大扩展。特别是 20 世纪 60 年代以后,各种具有特殊功能的高分子材料的出现及其医学上的应用,克服了凝血问题、炎症反应与组织病变问题、补体激活与免疫反应问题等。 医用高分子材料快速发展起来,并不断取得成果。如聚氨酯和硅橡胶用来制作人工心脏、中空纤维用来制作人工管第

1, 生物高分子材料的分类

根据材料的用途,生物高分子材料可以分为;①硬组织高分子材料,主要用于骨科、 齿科的材料,要求材料与替代组织有类似的机械性能,且能够与周嗣组织结合在一起;②软组织高分子材料,主要用于软组织的替代与修复,要求材料不引起严重的组织病变、 有适当的强度和弹性;③血液相容性高分子材料,用于制作与血液接触的人工器官或器 械,要求不引起凝血、溶血等生理反应,与活性组织有良好的互相适应性;①高分子药物 和药物整释高分子材料,要求无带副作用、无热源、不引起免疫反应。

2. 生物高分子材料的特殊性能

生物高分子材料是植人人体或与人体器官、组织直接接触的,必然会产生各种化学、 力学。物理作用。因此对讲人临床使用阶段的生物高分子材料具有以下严格的要求。

- ① 耐生物老化。对于长期植入的材料、要求生物稳定性好、在体内环境中不发生降解。对于短期植人材料、则要求能够在确定时间内降解为无毒的单体或片段、通过吸收、代谢过程排出体外。
- ② 物理和力学性能好。即材料的强度、弹性、几何形状、耐曲挠疲劳性、耐磨性等 在使用期内应适当。例如,牙齿材料需要高硬度和耐磨性、能够承受长期的、数以亿万次 的收缩和格曲、而不发生多化和断裂。用作性科的材料要求有很好的强度和弹性。
 - ③ 材料价格适当,易于加工成形,便于消毒灭菌。
- ① 生物相容性好。要求材料无毒、无热源反应、不致癌、不干扰免疫系统、不引起 过敏反应、不破坏相邻组织、不发生材料表面钙化沉着,有良好的血液相容性等。

3. 生物高分子材料的应用

生物高分子的化学结构多种多样,在聚集形态上可以表现为结晶态、玻璃态、黏弹态、凝胶态、溶液态,并可以加工为几乎任意的几何形状,因此在医学领域用途十分广泛,能够满足多种多样的治疗目的。其应用范围主要包括四个方面:人工器官、药物制剂与释放体系、诊断试验试剂、生物1.程材料与制品,见表7 10 所列。



	生物功		

应用领域	应用目的	实 例
长期和短期 治疗器件	受损组织的修复和替代, 辅助或暂时替代受损器官的 生理功能,一次性医疗用品	人工血管、人工晶体、人工皮肤、人工软骨、美容填充,人工心肺系统、人工心脏、人造血、人工 腎、人工肝、人工胰腺,注射器、输液管、导管、缝合线、医用胺黏剂
药物制剂	药物控制释放	部位控制:定位释放(导向药物); 时间控制:恒速释放(缓释药物); 反馈控制:脉冲释放(智能释放体系)
诊断检测	临场检测新技术	快速响应、高灵敏度、高精确度的检测试剂与工 具、包括试剂盒、生物传感器、免疫诊断微球等
生物工程	体外组织培养, 血液成分 分离	细胞培养基、细胞融合添加剂、生物杂化,人工 器官血浆分离、细胞分离、病毒和细菌的清除

7.6.5 可降解高分子材料

石油化工的飞速发展,促使塑料应用的广泛普及,但这类材料的性能非常稳定、耐酸耐碱、不蛀不霉,因此废弃塑料成为严重的公害。自20世纪70年代以来,世界上有许多国家开始研制可降解塑料,目前已研制开发出的可降解塑料主要有光降解塑料和生物降解塑料。

光降解觀料是在制造过程中,其高分子链上每隔一定的距离就被添加了光敏基团。这样的觀料在人工光线的照射下是安全、稳定的,但是在太阳光(含有紫外线)的照射下,光敏基团就能吸收足够的能量而使高分子链在此期裂,分裂成较低分子量的碎片,碎片在空气中进一步发生氧化作用,降解成可被生物分解的低分子量化合物,最终转化为二氧化碳和水。

生物降解塑料是在高分子链上引入一些基闭,以便空气、土壤中的微生物使高分子长 链断裂为碎片,进而将其完全分解。生物降解塑料除了用于制作包装袋和农用地膜外,还 可用作医药缓释载体,使药物存体内发挥最佳疗效,也可包埋化肥、农药、除草剂等。另 外,用生物降解聚合物制成的外科用手术线,可被人体吸收,伤口愈合后不用拆线。

目前,可降解塑料的研制和生产已具有相当的规模,随着环境保护意识的不断增强, 可降解塑料的应用将更为广泛。

7.6.6 智能型高分子材料

智能型高分子材料,指能随着外部条件的变化而进行相应动作的高分子材料。材料本 身需具有能感应外部刺激的感应器功能、能进行实际操作的动作器功能以及得到感应器的 信号使动作器动作的过程器功能,主要是凝胶类材料。具体类型如下。

- (1) pH 敏感型:指利用其电荷数随 pH 而改变制成的凝胶。如利用带离解离子的凝胶容易产生体积相变的特点、调整条件、制出随微小 pH 变化而发生巨人体积变化的智能凝胶。
 - (2) 温度敏感型: 指利用其在溶剂中的溶解度随温度而变化制成的凝胶。在水溶液

中,高温时脱水化,从溶液中沉析出来。高分子与溶液产生相分离的温度称为下限溶液温度 LCST。改变亲水性部分和疏水性部分之间的平衡,可控制 LCST。对显示 LCST 的高分子材料进行交联,可制备出温度敏感型凝胶。

- (3) 电场敏感型: 电场敏感型智能材料上要是高分子电解质, 在离凝胶较远的位置改变电场强度, 也可达到控制材料特性的目的。
- (4) 抗原敏感型, 抗体能与抗原产生特异结合, 这种结合有静电、氡键、范德华力等作用。其分子识别能力非常高, 在免疫系统内起非常重要的作用。



简述纤维的种类及其应用。
 简述离子交换树脂的功能。
 简述连锁聚合和逐步聚合的特点。

一、填空題	
1. 常把生成高分子化合物的小分子原料称为	物分子中重复
出现的原子团称为、高聚物中结构单元的数目称为。	
2. PP、PB、PS、PVC分别为、、、	的
縮写。	
3. 高分子的链结构指单个高分子链的结构和形态。包括和	。前者属
于化学结构, 又称, 包括高分子链中原子的种类和排列、取代	
类、结构单元的排列顺序等。后者指分子的尺寸、形态,链的柔顺性以及分	子在环境中的
构象, 又称。	
4. 自由基型聚合反应主要包括、	元反应。
4. 自由基型聚合反应主要包括	
6	
产量最大的合成橡胶是	子,性能极似羊
毛,故有"人造羊毛"之称。	
7. 实际应用的橡胶种类已达 20 余种, 但基本上分为和	
8. 按照功能或用途所属的学科领域,可将功能高分子分为、	和
:大类。	
二、名词解释	
蠕变 应力松弛 内耗 胶黏剂 物理功能高分子 热塑性塑料	
三、简答题	
1. 举例说明塑料的分类。	
2. 简述橡胶的组成并举例说明其应用。	

第8章

复合材料



知识要点	掌握程度	相关知识
复合材料的概述	了解复合材料的定义、命名方法: 掌握复合材料的分类方法及特点	复合材料、增强相、基体
复合材料的基体	掌握金属基体、笔机非金属基体、聚合物基体 材料 的 类型、特 征及作用; 了鲱三种基体材料的应用	结构复合材料基体、功能复合材料 基体、陶瓷基复合材料、碳/碳复合材料、热固位聚合物、热塑性聚合物
复合材料的增强相	掌握纤维增强体、晶须增强体、颗粒增强体的类型、特征及作用; 了解三种增强体的应用	聚芳酰胺纤维、聚乙烯纤维、玻璃 纤维、碳纤维、碳化硅纤维、晶须
复合材料的制备	掌握聚合物基复合材料的制备方法 及特点; 了解金属基复合材料、陶瓷基复合 材料的制备方法及特点	手納成形工艺、连续缠绕工艺、泥浆烧铸法、热压烧结法、浸渍法、模压成54工艺
复合材料的主要性 能与应用	掌握聚合物基复合材料、金属基复合材料、购资基复合材料性能及 持性; 了解复合材料的应用现状、存在问 题及发展趋势	聚合物基复合材料、金属基复合材料、陶龙基复合材料、界面化学结合

导入案例

硅、锗、砷化镓等块软单晶材料在制造器件前要加工成一定厚度的薄片,有50%的材料在切、磨、抛等加工过程中损失,浪费很大。随着半导体薄膜制备技术的提高, 20世纪80年代研制成功了在绝缘层上形成半导体(如硅)单晶层,组成复合薄膜材料的技术。

这一新技术的实现。使材料器件的研制一气呵成、不但大大节省了单晶材料,更重要的是使率导体集成电路达到了高速化、高密度化。也提高了可靠性。同时为继电子工业中的三维集成电路的设想提供了实施的可能性。这类半导体薄膜复合材料,特别是硅薄膜复合材料已开始用于低功耗、低噪声的大规模集成电路中,以减小误差,提高电路的抗辐射优力。在三维电路研制中,则着眼子把传感器、移位寄存器、存储器等在空间叠加起来,以使党成更复杂的功能。图8-1为非晶硅薄膜复合材料制成的太阳能电池。

直接键合法是近年来制备半导体薄膜复合材 科技术的重大突破。把两种半导体材料的表面经 过严格的清洁处理,然后把两清洁表面对起,加 一定的压力和电场,在特定的温度下处理数十小 时,即形成一片合乎器件要求的半导体复合材料。 条,东南大学微电子中心承担了江苏省科委的 "八五"静电直接键合半导体复合材料制备技术, 并有一定的银谱作用。



图 8-1 弱光型非晶硅薄膜太阳能电池



8.1 复合材料的概述

1. 复合材料的定义

复合材料(Composite Materials)是由两种或两种以上不同性能、形态的组分通过复合 I. 艺而形成的多相材料。复合材料能够在保持各组分特性的基础上、得到组分间协同作用 所产生的综合性能,可以通过材料设计使各组分的性能互相补充并彼此关联、从而获得新的优越性能。复合材料技术的出现是近代材料科学的伟大成就,也是材料设计技术的重大 突破。

在复合材料中、连续的 ·相称为基体相; 分散的、被基体相包容的一相称为分散相或 增强相; 增强相与基体相之间的界面称为界面相, 复合材料的各个相在界面附近可以物理 地分开。即复合材料是由基体相、增强相和界面相组成的多相材料, 其结构如图 8 2 所示。

2. 复合材料的分类

按不同的标准和要求,复合材料通常有以下几种分类法。



(a) 颗粒增强复合材料

(c) 长纤维增强复合材料





(5) 每纤维物强复合材料



(d) 层状复合材料

图 8-2 复合材料的结构示意图

- (1) 按使用性能分类:结构复合材料、功能复合材料等。
- (2)按基体材料类型分类:聚合物基复合材料、金属基复合材料、无机非金属基复合材料等。
- (3)按增强相形态分类: ①纤维增强复合材料, 又分连续纤维增强复合材料和非连续 纤维增强复合材料; ②颗粒增强复合材料; ③板状增强体、编织复合材料。
- (4) 按增强纤维类型分类:①碳纤维复合材料;②玻璃纤维复合材料;③有机纤维复合材料;④陶瓷纤维复合材料;⑤金属纤维复合材料。
 - (5) 按用途分类: 航空材料、耐烧蚀材料、电厂材料、建筑材料、包装材料等。
- (6) 按物理性质分类: 绝缘材料、磁性材料、透光材料、半导体材料、导电材料、耐高温材料。

此外还有专指某些范围的名称、如通用复合材料、现代复合材料等。

通用复合材料指普通玻璃纤维、合成或天然纤维增强树脂复合材料、大多用于要求不高而用量较大的场合。现代复合材料比通用复合材料有更高的性能、包括聚合物基复合材料、金属基复合材料、废路基复合材料、玻璃基复合材料、碳基复合材料。及具有其他性能的结构复合材料和功能复合材料。由承受载荷的增强体及联结增强体、传递力作用的基体构成。

3. 复合材料的命名

复合材料的命名以"相"为基础、方法是将增强相或分散相放在前、基体相放在后、再辍以"复合材料"。如由碳纤维和环氧树脂构成的复合材料称为"碳纤维环氧树脂投合材料",为书写方便,也可仅写增强相和基体相的缩写名称,材料中间画一个半字线(或斜线)隔开,再加"复合材料"。如由碳纤维和环氧树脂构成的复合材料可写作"碳纤维环氧复合材料",简写成"碳 环氧";硼纤维与铝构成的复合材料称为"硼纤维铝复合材料",简写为"硼 铝"。

有时为突出增强相和基体相、根据强调的组分不同,可简称为"金属基复合材料"或"环氧树脂基复合材料"。碳纤维与金属基体构成的复合材料称为"金属基复合材料"。 也写作"碳 金属复合材料"。碳纤维和碳构成的复合材料称为"碳/碳复合材料"。近些年来,出现了以陶瓷材料为基体,以颗粒、品须和纤维为分散相的复合材料,由于陶瓷具有较好的力学性能、将第二相材料加入陶瓷基体,可以增加制性,但对陶瓷基复合材料通常仍称为"××增强陶瓷基复合材料"。

4. 复合材料的特点

- (1) 可设计性。复合材料性能的可设计性是材料科学进展的 · 大成果,由于复合材料的力、热、声、光、电、防腐、抗老化等物理、化学性能,可按制件的使用要求和环境条件要求,通过组分材料的选择、匹配以及界面控制等材料设计手段来进行设计,可最大限度地达到预期目的,以满足厂程设备的使用性能要求。
- (2) 材料结构的同一性。与传统材料不同、复合材料的构件与材料是同时形成的、由组成复合材料的组分材料在复合成材料的同时就形成了构件、一般不需再加工。因此复合材料结构的整体性好、同时大幅度减少了零部件、连接件的数量、缩短了加工周期、降低了成本、据高了构件的可靠性。
- (3) 复合优越性。复合材料是由各组分材料经过复合工艺形成的,但不是几种材料的 简单混合,而是按复合效应形成了新的性能,这种复合效应是复合材料独有的。
- (4)性能分散性。复合材料组分在制备过程中存在物理和化学变化,过程非常复杂, 因此构件的性能对工艺方法、工艺参数、工艺过程等依赖性较大,同时由于在成形过程中 很难准确地控制工艺参数,所以一般来说复合材料构件的性能分散性比较大。

8.2 复合材料的基体

复合材料的原材料包括基体材料和增强材料, 其中基体材料主要包括金属材料、非金属材料和聚合物材料, 在复合材料中经常以连续相形式出现。

8.2.1 金鳳基体材料

金属基复合材料中的金属基体起着固结增强相、传递和承受载荷的作用。基体在复合材料中占有很大的体积百分数、在连续纤维增强金属基复合材料中基体占 50%~70%;颗粒增强金属基复合材料中基体含量可在 25%~90%范围内变化、多数颗粒增强金属基复合材料的基体占 80%~90%;晶须、短纤维增强金属基复合材料中基体含量在70%以上。金属基体的选择对复合材料的性能起决定性作用,金属基体的密度、强度、塑性、导热性等均将影响复合材料的比强度、比刚度、耐高温、导热、导电等性能。因此在设计和制备复合材料时,需充分了解和考虑金属基体的化学、物理特性及与增强物的相容性等。

1. 选择基体的原则

可以作为金属基复合材料的金属材料、合金材料非常多、比较常见的包括铝及铝合金、镁合金、铁合金、镍合金等。在选择基体时需作多方面考虑。

(1)金属基复合材料的使用要求。这是选择金属基体材料最重要的依据。不同应用领域和 L 记条件对复合材料构件的性能要求有很大的差异。 在航大、航空技术中高比强度、比模量、尺 寸稳定性是最重要的性能要求。 作为 医疗器 和卫星物件宜选用密度小的轻金属合金 镁合金和铝合金作为基体。 与高强度、高模量的石墨纤维、硼纤维等组成石墨 镁、石墨、铝、硼、铝复合材料,用于航天 & 行器、 L 星的结构件。

工业集成电路需要高导热、低膨胀的金属基复合材料作为散热元件和基板。选用

具有高热导率的银、铜、铝等金属为基体,与高导热、低热膨胀的超高模量石墨纤维、金刚石纤维、碳化硅颗粒复合成的金属基复合材料,可成为高集成电子器件的关键材料。

(2) 金属基复合材料的组成特点。增强相的性质和增强机理也将影响基体材料的选择,对于连续纤维增强金属基复合材料,纤维是主要的承载物体,纤维本身具有很高的强度和模量,如高强度碳纤维最高强度已达到7000MPa,超高模量石墨纤维的弹性模量已高达900GPa,而金属基体的强度和模量远远低于纤维的性能。

在连续纤维增强金属基复合材料中、基体的主要作用是充分发挥增强纤维的性能、基体应与纤维有良好的相容性和塑性,并不要求基体有很高的强度,如碳纤维增强铝基复合材料中纯铝为基体比高强度销合金要好得多。对于非连续增强(颗粒、晶须、短纤维)企属基复合材料,基体是主要承载物、基体的强度对复合材料具有决定性的影响。因此要获得高性能的金属基复合材料必须选用高强度的铝合金为基体,这与连续纤维增强金属基复合材料基体的选择完全不同。总之、针对不同的增强体系、要充分分析、考虑增强相的特点,正确选择基体合金。

(3) 基体金属与增强相的相容性。由于金属基复合材料需要在高温下成形、故制备过程中,纤维与金属之间很容易发生化学反应,在界面形成反应层。该反应层大多是脆性的,当其达到。定厚度后,材料受力时将会产生裂纹,并向周围纤维扩展、容易引起纤维断裂,导致复合材料整体破坏。同时由于基体金属中常含有不同类型的合金元素,这些合金元素与增强相同反应程度不同,反应产物也不同,需在选用基体合金成分时尽可能选择既有于金属与增强相浸润复合,又有利于形成稳定界面的合金元素。如制造碳纤维增强销基复合材料时,在纯铝中加入少量的 Ti、Zr等元素、明显改善了复合材料的界面结构和性质,大大挑高了复合材料的性能。

铁、镍是促进碳石墨化的元素、用其作基体、碳(石墨)纤维作为增强相是不可取的。 因为铁、镍元素在高温时能有效地促使碳等维石墨化、破坏了碳纤维的结构。使其丧失了 原有的強度、做成的复合材料不可能具备高的性能。因此、在选择基体时应充分注意基体 与增强物的相容性(特別是化学相容性)、并尽可能在复合材料成形过程中、抑制界面反 例如对增强纤维进行表面处理、在金属基体中添加其他成分、缩短材料在高温下的停 留时间等。

2. 结构复合材料的基体

结构复合材料的基体大致可分为轻金属基体和耐热合金基体两大类。用于各种航天、 航空、汽车、先进武器等结构件的复合材料一般均要求有较高的比强度、比例度和结构效率,因此大多选用铝及铝合金、镁及镁合金作为基体金属。目前较成熟的金属基复合材料 主要是铝基、链基复合材料,用它们制成各种高比强度、高比模量的轻型结构件,广泛用 于航天、航空、汽车等领域。

在发动机特別是燃气轮机中需要的耐热结构材料、要求复合材料零件的使用温度在 650~1200℃,同时要求复合材料具有良好的抗氧化、抗蠕变、耐疲劳和高温力学性质。 铝、镁复合材料。般只能在 450℃ 高温下连续下作; 钛合金基体复合材料的下作温度为 650℃ 左右; 镍、钴基复合材料可在 1200℃ 使用。新型的金属间化合物有塑作为耐热结构 复合材料的基体。

3. 功能复合材料的基体

电子、能源、汽车等下业领域要求材料和器件具有高力学性能、高导热、低热膨胀等 优良的综合性能。单常金属与合金难以满足要求。需采用先进制造技术、优化设计。以金 属与增强相制备复合材料乘混造求。例如,电子领域的集成电路。由于电子器件的集成 度越来越高、器件工作发热严重,需用热膨胀系数小、导热性好的材料做基板和封装零 件、以避免产生热应力,提高器件的可靠性。

由于工况条件不同,所用的材料体系和基体合金也不同。目前,功能金属基复合材料 主要用于微电子技术的电子封装,高导热和耐电弧绕蚀的集电及触头材料,耐高温摩擦的 耐磨材料等。 主要的金属基体是纯铝及铝合金、纯铜及银合金等金属。用于电子封装的金属基块全合材料有高碳化硅颗粒含量的铝基、铜基复合材料,高模、超高模石墨纤维增强铝 基、铜基复合材料。金刚石颗粒增强铝基、铜基复合材料等。用于集电和电触头的金属基 复合材料有碳纤维、金属丝、陶瓷颗粒增强铝、铜、银及合金等。

功能复合材料所采用的金属基体均具有良好的导热、导电和力学性能,但有热膨胀系数大、耐电弧线蚀性差等缺点。通过在基体中加入合适的增强相可以得到优异的综合物理性能。如在纯铅中加入导热性好、弹性模量大、热膨胀系数小的石墨纤维、碳化硅颗粒,可使这类复合材料具有很高的热导率(与纯铝、铜相比)和很小的热膨胀系数,满足集成电 膝针装散妆的需要。

8.2.2 无机非金厘基材料

1. 陶瓷基复合材料。

陶瓷是金属和非金属元素形成的固体化合物,含有共价键或离子键,不含电子。一般而言,陶瓷具有比金属更高的熔点和硬度,化学性质非常稳定,通常是绝缘体。虽然陶瓷的许多性能优于金属,但也存在致命的弱点,即脆性大、韧性差,很容易因存在裂纹、空隙、杂质等细微缺陷而破碎,引起不可预测的灾难性后果,因而大大限制了陶瓷的应用。

近年的研究表明,在陶瓷基体中添加其他成分、如陶瓷粒子、纤维或晶须、可提高陶瓷的剧性。 粒子的增强效果不显著,碳化物品须强度高、与传统陶瓷材料复合、综合性能得到很大的改善。用作基体材料使用的陶瓷点具有优异的耐高温性质、与纤维或晶须有良好的界面相容性以及较好的工艺性能等。常用的陶瓷基体主要包括:玻璃、氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷等。

作为基体材料的氧化物陶瓷主要有 Al,O₁、MgO、SiO₂、莫来石等,其主要为单相多晶结构。氧化物陶瓷的强度随环境温度升高而降低,但在 1000℃以下降低较小。由于 Al,O,和 ZrO 的抗热振性较差、SiO,任高温下容易发生蠕变和相变,所以这类陶瓷基复合材料应避免在高应力、高温环境下使用。

非氧化物陶瓷是指不含氧的氮化物、碳化物、硼化物和硅化物。它们的特点是耐火 性、耐磨性好、硬度高、但脆性大、碳化物和硼化物的抗热氧化温度约 900~1000℃、氦 化物略低些、硅化物的表面能形成氧化硅膜、所以抗热氧化温度达 1300~1700℃。氮化硼 具有类似石墨的六方结构、在高温、高压下可转变成立方结构的β 氦化硼、耐热温度高 达 2000℃、硬度极高、可作为金刚石的代用品。



2. 碳/碳复合材料

碳 碳复合材料是由碳纤维增强体与碳基体组成的复合材料, 简称碳 碳(C C)复合材料。这种复合材料主要是以碳(石墨)纤维毡、布或三维编织物与树脂、沥青等可碳化物质复合, 经反复多次碳化与石墨化处理制得; 或者采用化学气相沉积法将碳沉积在碳纤维1, 再经致密化和石墨化处理得到。根据用途不同,碳/碳复合材料可分为烧蚀型、热结构型和多功能型。



图 8-3 美国 F22 战斗机

碳。碳复合材料具有很好的高温性能、良好的耐烧蚀特性和较好的抗热冲击性能,同时还具有热膨胀系数低、抗化学腐蚀的特点,是目前可使用温度最高的复合材料(最高温度可达 2000℃以上)。在航空航天领域作为高温热结构材料、烧蚀型防热材料及耐磨损材料等得到应用。美国第四代战斗机 F22(见图 8-3)采用了约24%的碳纤维复合材料,从而使该战斗机具有超音速巡航、超视距作战、高机动性和隐身等特性。\``

碳 碳复合材料用于航天飞机的鼻锥帽和机翼商缘、可抵御起飞战荷和再次进入大气 层的高温作用。碳 碳复合材料已成功用于飞机剩年盘,这种利车盘具有低密度、耐高温、 寿命长和良好的耐摩擦性能。碳 碳复合材料也是发展新一代航空发动机热端部件的关键 材料。

8.2.3 聚合物基体材料

1. 基体材料的种类

聚合物基复合材料应用广泛,大体上包括热固性聚合物与热塑性聚合物两类。

热固性聚合物常为分子量较小的液态或固态质聚体, 经加热或加固化剂发生交联反 成, 形成不溶、不熔的:维网状高分子。 主要包括环氧、酚醛、聚酸亚胺树脂等。各种热固性树脂的固化反应机理不同, 采用的固化条件也有很大的差异。一般的固化条件有室温固化、中温固化(120℃左右)和高温固化(170℃以上)。这类高分子通常为无定形结构、具有耐热性好、刚度大、尺寸稳定性好等优点。

热塑性聚合物指具有线形或支链型结构的一类有机高分子化合物,可溶、可熔、可反复加厂而不发生化学变化,包括各种通用塑料(聚丙烯、聚氯乙烯等)、厂程塑料(尼龙、聚碳酸酯等)和特种耐高温聚合物(聚酰胺、聚醚砜等)。这类高分子分无定形和结晶两类,通常结晶度在20%~85%,具有质轻、比强度高、电绝缘、化学稳定性和耐磨润滑性好等优点。

1) 热固性聚合物

(1)不饱和聚酯树脂。不饱和聚酯树脂指线形结构、主链上具有重复酯键及不饱和双键的一类聚合物。其种类很多、按化学结构分类可分为顺酐型、丙烯酸型、丙烯酸环氧酯型和丙烯酸型聚酯树脂,其中、顺酐型最为绘典。一般由马来酸酐、丙二醇、苯酐聚合而成。除此之外,还有许多通过植物于性油、烯丙醇等单体改性或聚合得到的不饱和聚酯。不饱和聚酯以附近,是制造玻璃纤维复合材料的重要树脂。在国本质和聚酯以附近,以下水质和聚酯以下、水质和聚酯以下、水质和聚酯以下、水质和聚酯以下、水质和聚酯以下、水质和聚酯以下、水质和聚酯以下、水质和聚酯树脂是下水化较早的构固性树脂。是制造玻璃纤维复合材料的重要树脂。在国

- 外。聚酯树脂占玻璃纤维复合材料用树脂总量的80%以上。
- (2) 环氧树脂,环氧树脂是聚合物基复合材料中最为重要的基体材料。以双酚 A 与环氧氯丙烷缩合而得的双酚 A 环氧为 E · 其分子量可以从几百至数 F · 常温下为熟稠液状或脆性固体。此外还有双酚 F 环氧树脂,酚醛环氧树脂,有机硅环氧树脂等。环氧树脂具有许多突出特点,如良好的压缩性,耐水、耐化学介质和耐烧蚀性能,热变形温度较高,广泛用于制备玻璃纤维、碳纤维复合材料等。不足之处是,固化后断裂伸长率低、脆性大。
- (3) 酚醛树脂、酚醛树脂系酚醛缩合物、是最早实现「业化生产的树脂。其使用范围多作为胺黏剂、涂料及布、纸、玻璃布的层压复合材料等。它的优点是含碳量高、价格比环氧树脂便宜,因此用来制造耐烧蚀材料、如宇宙飞行器裁入大气的防护制件、及碳碳复合材料中碳基体的原料等。缺点是吸附性不好、收缩率高、成形压力高、制品空隙含量高,因此较少用酚醛树脂来制造碳纤维复合材料。近年来新研制的酚改性二甲苯树脂,已被用来制造耐高温的玻璃纤维复合材料。通常酚醛树脂随酚类、酚类配比用量和使用催化剂的不同、分为热固性和热塑性两大类。在国内作为基体用的多为热固性树脂。

2) 热塑性聚合物

热製性聚合物基复合材料与热固性聚合物基复合材料相比,在力学性能、使用温度、 老化性能方面处于劣势。但具有加工上艺简单、周期短、成本低、密度小等优势。当前汽 生工业的发展为热製性聚合物基复合材料的研究和应用开辟了广阔的天地。连续纤维、纤维编织物和短切纤维可作为热塑性聚合物基复合材料的增强体。一般纤维含量可达20%~50%,热塑性聚合物与纤维复合可以提高机械强度和弹性模量。改善蠕变性能、增加尺寸稳定性等。下面具体介绍几种热塑性聚合物。

(1) 聚酰胺。聚酰胺是一类具有许多重复酰氨基的线形聚合物的总称,通常称为尼龙。目前尼龙的品种很多,如尼龙 66、尼龙 6、尼龙 10、尼龙 1010 等。此外,还包括芳香族聚酯胺等。

聚酰胺分子链中可以形成具有相当强作用力的氢键、氢键使聚合物分子间的作用力增大,易于结晶,且有较高的机械强度和熔点。在聚酰胺分子结构中次甲基(一CH.一)的存在,使分子链比较柔順,有较高的韧性。随聚酰胺结构中碳链的增长,其机械强度下降,但柔性、疏水性增加,低温性能、加工性能和尺寸稳定性亦有所改善。聚酰胺对大多數化学试剂是稳定的,特别是耐油性好,仅能溶于强极性溶剂,如苯酚、甲醛及间苯二胺等。

聚碳酸酯可与连续碳纤维或短切碳纤维制造复合材料,也可以用碳纤维编织物与聚碳 酸酯薄膜制造层压材料。例如、用聚碳酸酯溶液浸渍纤维毡,制造复合材料零件。用碳纤 维增强聚碳酸酯与用玻璃纤维增强聚碳酸酯比较、弹性模量有明显增加,而断裂伸长率 降低.

(3) 聚砜。聚砜指主链结构中含有砜基链节的聚合物。其突出性能是可在100~150℃ 下长期使用。聚砜结构越整、分子量为50~10000、 主链多苯环、玻璃化温度混高、约200℃,由于主链上硫原子处于最高氧化态、故聚砜具有抗氧化性、即使加热条件下也难以发生化学变化。 二苯基砜的共轭状态使化学键比较牢固、在高温或离子辐射下,也不会发生主链和侧链断裂、在高温下使用仍能保持较高的硬度、尺寸稳定性和抗蠕变能力。聚砜分子结构中异丙基和醛键的存在,使大分子具有一定的韧性,其耐孵性好,且耐各种油类和酸类。碳纤维聚砜复合材料、对字航和汽车工业很有意义、波音公司已将碳纤维聚砜复合材料应用于飞机结构,并取得了明显的经济效益。如在无人驾驶靶机上用聚砜石墨纤维层压板取代铝合金蒙皮、可以降低20%的成本、减少16%的重量。

2. 基体的作用

复合材料中基体的作用主要有:种,①把纤维粘在一起,②分配纤维间的载荷;③保护纤维不受环境影响。制造基体的理想材料,其原始状态应该是低黏度的液体,并能迅速变成坚固耐久的固体,足以把增强纤维粘住。

在纤维的垂直方向, 基体的力学性能和纤维与基体之间的胶接强度控制者复合材料的物理性能。由于基体比纤维弱得多, 所以在复合材料设计中应尽量避免基体的直接横向受载。 基体及基体 纤维的相互作用能明显地影响裂纹在复合材料中的扩展。若基体的抗剪切强度、模址以及纤维、基体的胺接强度过高,则裂纹可以穿过纤维和基体扩展而不转向。从而使这种复合材料变成脆性材料, 并且其破坏的试件将导观出整齐的断面。若胶接强度分低,则比纤维将表观出像纤维束, 复合材料的性能将很弱。

在高胶接强度体系与胶接强度较低的体系之间需要折中。在应力水平和方向不确定的 情况下使用或在纤维排列精度较低的情况下制造的复合材料往往要求基体比较软;在明确 的应力水平情况下使用和在纤维排列精度较高的情况下制造的先进复合材料,应通过使用 高模量和高胶接强度的基体,以更充分发挥纤维的性能。

3. 基体的性能

聚合物基复合材料的综合性能与所用基体聚合物密切相关。

(1) 力学性能。作为结构复合材料、聚合物的力学性能对最终复合产物影响较大。。般复合材料用的热固性树脂固化后的力学性能不高、决定聚合物强度的主要因素是分子内及分子间的作用力、聚合物材料的破坏、主要是聚合物主链上化学键的断裂或聚合物分子链间相互作用力的破坏。

基体的一个重要作用是在纤维之间传递应力,其粘接力和模量是决定传递应力的两个 最重要的因素,影响到复合材料和伸时的破坏模式。如果基体弹性模量低,纤维受拉时将 各自单独地受力,不存在叠加作用,其严均强度模低。反之,如基体在受拉时仍有足够的 粘接力和弹性模量,复合材料的强度提高。实际上,在一般情况下材料表现为中等的强 度,因此,如各种环氧树脂在性能上并无很大不同,对复合材料的影响也很小。

(2) 耐热性能。从聚合物的结构分析,为改善材料耐热性能,聚合物需具有刚性分子 链、结晶性或交联结构。为提高耐热性,首先选用能产生交联结构的聚合物,如聚酯树 脂、环氧树脂、酚醛树脂等。此外,正艺条件的选择会影响聚合物的交联密度,因而也影 响耐熱性。提高耐熱性的第二个途径是增加高分子链的刚性。因此在高分子链中减少单键,引进其价双键、二键或环状结构。对提高聚合物的耐热性很有效果。

(3)耐化学腐蚀性。化学结构和所含基团不同、表现出不同的耐化性、树脂中过多的 酯基、酚羟基、将首先遭到腐蚀性试剂的进攻、这也决定了聚合物基复合材料的最终耐化 学腐蚀性。常用热固性树脂的耐化学腐蚀性能见表 8 1。由表 8 1 可见、由环氧树脂形成的复合材料表现出较好的耐化学腐蚀性能。

名称 性能	酚醛树脂	聚酯树脂	环氧树脂	有机硅树脂
吸水率(24h)/(%)	0.12~0.36	0.15~0.60	0.10~0,14	1
弱酸影响	轻微	轻微	1:4	轻微
强酸影响	被侵蚀	被侵蚀	被侵蚀	被侵蚀
弱碱影响	轻微	经做	无	轻微
强碱影响	分解	分解	轮做	被侵蚀
有机溶剂影响	部分侵蚀	7 部分侵蚀	耐侵蚀	部分侵蚀

表 8-1 常用热固性树脂的耐化学腐蚀性能

(4)聚合物的介电性能。聚合物作为一种有机材料,具有良好的电绝缘性能。一般树脂大分子的极性越大,则介电常数越大,击穿电压越小,材料的介电性能就越差。常用热固性树脂的介电性能见表8→2.

	40 C 1117			
名称 性能	酚醛树脂	聚酯树脂	环氧树脂	有机硅树脂
密度/(g · cm-3)	1.30~1.32	1.10~1.46	1.11~1.23	1.70~1.90
体积电阻率/(Ω•cm)	$10^{12} \sim 10^{18}$	1014	$10^{16} \sim 10^{17}$	1011~1013
介电强度/(kV·mm)	14~16	15~20	16~20	7.3
介电常数(60Hz)	6.5~7.5	3.0~4.4	3. 8	4.0~5.0
功率常数(60Hz)	0.10~0.15	0.003	0.001	0.006
耐电弧性/s	100~125	125	50~180	_

表 8-2 常用热固性树脂的介电性能

8.3 复合材料的增强相

在复合材料中. 凡是能提高基体材料性能的物质. 均称为增强相(又称增强材料、增强剂、增强体)。纤维在复合材料中起增强作用. 是主要承力组分,它不仅能使材料显示出较高的抗张强度和刚度,而且能减少收缩,提高热变形温度和低温冲击强度

等。复合材料的性能在很大程度上取决于纤维的性能、含量及使用状态。如聚苯乙烯塑料,加入玻璃纤维后、抗拉强度可从 600MPa 提高到 1000MPa. 弹性模量可从 3000MPa 提高到 8000MPa, 热变形温度从 85℃提高到 105℃。 40℃下的冲击强度提高 10 倍。

复合材料常用的增强相包括三类、即纤维、颗粒、晶须。

8.3.1 纤维增强体

现代复合材料所采用的纤维增强体大多为合成纤维、合成纤维分为有机增强纤维与无机增强纤维两大类。有机纤维包括 Kevlar 纤维、尼龙纤维、聚乙烯纤维等; 无机纤维包括玻璃纤维、碳纤维、碳化硅纤维等。

(1) 聚芳酰胺纤维。其为分子主链上含有密集芳环与芳酰胺结构的聚合物、经溶液纺 经获得的合成纤维、最有代表性的商品为 Kevlar 纤维、被村邦公司于 1968 年发明。在我 国亦称芳纶,20 世纪 80 年代, 国内研发成功相似的聚芳酰胺纤维; 芳纶-14 与芳纶-1414.

劳纶纤维的化学链主要由芳环组成,芳环结构具有高侧性,使聚合物链呈伸展状态,成棒状结构,因而纤维具有高模量。芳纶纤维分子链是线型结构,使纤维能有效地利用空间而具有较高的填充能力,在单位体积内可容纳很多聚合物。这种高密度的聚合物具有较高的强度、化学稳定性、高温尺寸稳定性等。

芳纶纤维主要应用于橡胶增强、特制轮胎、三角带等, 其单丝抗拉强度可达3773MPa, 251mm长的芳纶纤维束抗拉强度为2711MPa, 大约为铝线的 5 倍; 其冲击强度约为石墨纤维的 6 倍、硼纤维的 3 倍、玻璃纤维的 0.8 倍、有关性能比较见表8-3。

性能	芳纶纤维	尼龙纤维	聚酯纤维	石墨纤维	玻璃纤维	不锈钢丝
抗拉强度/(kgf・cm ^{-z})	28152	10098	11424	28152	24528	17544
弹件模量/(kgf·cm ⁻²)	1265400	56240	140760	2250000	704000	2040000
断裂伸长率/(%)	2, 5	18. 3	14.5	1. 25	3. 5	2. 0
密度/(g・cm ⁻³)	1.44	1.14	1.38	1. 75	2.55	7.83

表 8-3 芳纶纤维与其他材料性能的比较

(2)聚乙烯纤维。聚乙烯纤维是目前国际上最新的超轻纤维,具有高比强度、高比模量、耐冲击、耐密等优异性能、如图 8 4 所示。美国联合信号公司生产的 Spectra 高强度聚乙烯纤维,其纤维强度超过柱邦公司的 Kevlar 纤维。作为高强度纤维使用的聚乙烯材料,其分 子星 都在 百 万单位 以上,纤维的抗拉强度为 3.5 GPa、弹性模量为 116 GPa,延伸率为 3.4%,密度为 0.97g·cm。 其不足之处是熔点较低(约 135℃)和 高温容易蠕变,因此仅能在 100℃以下使用,聚乙烯纤维的性能比较见表 8 1。聚乙烯纤维 12 贵用于缆绳材料、高技术军用材料,如制作武器装甲、防弹背心、航天及航空部件等。

注: 1kgf·cm-2-98.0665kPa。

表 8 - 4 樂乙鄰針雜性能比较						
纤维	直径	密度 g·cm、	抗拉强度 GPa	拉伸模量 GPa	比强度 Gpa g·cm ^	比模量 /Gpa g·cm °
Spectra900	38	0. 97	2. 6	117	2. 7	120
Spectral000	27	0. 97	3. 0	172	3. 1	177
芳纶	12	1.44	2. 8	131	2.0	91
S玻璃纤维	7	2.49	4.6	90	1.8	36

表 8-4 聚乙烯纤维性能比较

(3) 玻璃纤维。玻璃纤维由含有各种金属氧化物的硅酸盐类,在熔融态以极快的速度 拉丝而成,如图 8-5 所示。玻璃纤维成分的关键指标是其含碱量、即钾、钠氧化物含量。 根据含碱量。玻璃纤维可以分类为,有碱玻璃纤维(碱性氧化物含量大于 12%。亦称 A 玻璃纤维)、小碱玻璃纤维(碱性氧化物含量 6%~12%)、低碱玻璃纤维(碱性氧化物含量 2%~6%)、无碱玻璃纤维(碱性氧化物含量小丁 2%。亦称 E 玻璃纤维)。通常,含碱量高的玻璃纤维核融性好、易抽丝、产品成本低、



图 8-4 聚乙烯纤维



图 8-5 玻璃纤维

按用途分类、玻璃纤维又可分为;高强度玻璃纤维(S玻璃纤维、强度高、用于结构材料)、低价电玻璃纤维(D玻璃纤维、电绝缘性和透波性好、适用于雷达装置的增强材料)、耐化学腐蚀玻璃纤维(C玻璃纤维、耐酸性优良、适用于耐酸件和蓄电池套管等)、耐电腐蚀玻璃纤维及耐碱腐蚀玻璃纤维(AR玻璃纤维),玻璃纤维的结构与普通玻璃材料没有不同。都是非晶态的玻璃体硅酸盐结构。玻璃纤维的伸长率和热膨胀系数较小、除氢氟酸和热液强碱外、能够耐受许多介质的腐蚀。玻璃纤维不燃烧,耐高温性能较好、C玻璃纤维软化点为688℃、S玻璃纤维与E玻璃纤维耐受温度更高。适于高温使用。玻璃纤维软化点为688℃、S玻璃纤维与E玻璃纤维耐受温度更高。适于高温使用。玻璃纤维的缺点是不耐磨、易折断、易受机械损伤,长期放置强度下降。玻璃纤维成本低、品种多、适于编织、作为常用增强材料。广泛用于航大、航空、建筑和日用品加工等。

(4) 碳纤维。碳纤维(Cf)是由有机纤维经固相反应而成的纤维状聚合物碳,是一种非 金属材料。它不属于有机纤维的范畴,但从制法上看。它又不同于普通无机纤维。碳纤维 性能优异,不仅质量轻、比强度大、模量高,而且耐热性高、化学稳定性好。以碳纤维为 增强剂的复合材料具有比铜强、比铝轻的特性,是目前最受重视的高性能材料之一,在航 空、航天、军事、下业、体育器材等许多方面有着广泛的用途。图 8 6 所示为一辆超越 现代理念的碳纤维电动自行车、车身由质量超轻的碳纤维制成、电力装置隐藏在车身内

部、使用高导电性碳纤维取代电线作为传导,为车灯和在每个 车轮的两个轮毂之间的电动机提供能量。

目前国内外商品化的碳纤维种类很多,基本分类如下:①根据碳纤维的性能分类。包括高性能碳纤维、低性能碳纤维;②根据原丝类型分类,主要包括聚丙烯腈基碳纤维、黏胶基碳纤维、沥青基碳纤维、木质素纤维基碳纤维和其他有机纤维基碳纤维;③根据碳纤维功能分类,可分为受力结构用碳纤维、减焰碳纤维、活性碳纤维、导电用碳纤维、润滑用碳纤

图8-6 碳纤维电动自行车 维、耐磨用碳纤维。

(5)碳化驻纤维。具有良好的耐高温性能、高强度、高模量且化学稳定性好、主要用 于增强金属和陶瓷、制成耐高温的金属或陶瓷基复合材料。碳化硅纤维的制造方法主要有 化学气相沉积法和烧结法。

碳化硅纤维具有优良的耐热性能,在1000℃以下,其力学性能基本保持不变,可长期使用,但温度不宜超过1300℃,是耐高温的优良材料。耐化学性能良好,在80℃下耐强酸、耐酸性也良好。1000℃以下不与金属反应,而且具有很好的浸润性,有利于和金属复合,主要用来增强铝基、钛基及金属间化合物基复合材料。由于碳化硅纤维具有耐高温、耐腐蚀、耐辐射的三耐性能,是一种理想的耐热材料。用碳化硅纤维编织成以向和三向织物,已用于两温作业的传送带、过滤胶料等,如汽车的废气过滤器等。碳化硅复合材料已应用于喷气发动机涡轮叶片、飞机螺旋桨等受力部件。在军事上,用作大口径步枪金属基复合粉管管性,也更脚带,火箭拖进制传送系统管。

8.3.2 晶须增强体

晶须是目前已知纤维中强度最高的. 其机械强度几乎等于相邻原子间的作用力。晶须高强度的原因, 主要是其直径非常小、容纳不下使晶体削弱的空隙、位错和不完整等缺陷。晶须材料的内部结构完整。使其强度不受表面完整性的限制。晶须分为陶瓷晶须和金属品须两类, 用作增强材料的主要是陶瓷晶须。晶须兼有玻璃纤维和硼纤维的优良性能,具有玻璃纤维的延伸率(3%~4%)和硼纤维的弹性模量 [(1.2~7.0)×10°MPa], 氧化铝晶须在 2070°高温下,仍能保持 7000MPa 的抗拉强度。晶须没有显着的疲劳效应,切断、磨粉或其他的施工操作,都不会降低其强度。晶须在复合材料中的增强效果与其品种、用量关系极大。另外,晶须材料在复合使用过程中,一般需经过表面处理,改善其与基体的相互作用性能。

晶须复合材料由于价格昂贵,目前主要用在空间和尖端技术上,在民用方面主要用于合成牙齿、骨骼及直升机的旋翼和高强离心机等。晶须材料除增强复合材料力学性能外,还可以增强复合材料的其他性能,如四针状氧化锌晶须材料可以较低的填充体积,赋予复合材料优异的抗静电性能。

8.3.3 颗粒增强体

用以改善基体材料性能的颗粒状材料, 称为颗粒增强体 (particle reinforcement), 般指具有高强度、高模量、耐热、耐磨、耐高温的陶瓷、石墨等无机非金属颗粒, 如 SiC、Al O,、Si N, 等。颗粒粒径通常较小, 一般低于 10pm, 掺混到金属、陶瓷基体中, 可提高复合材料耐磨性、耐热性、强度、模量和韧性等综合性能。在综合金基体中加入体积分数为 30%、粒径 0.3 μm 的 Al O 颗粒, 所得金属基复合材料在 300℃高温下的抗拉强度仍可保持在 220MPa, 所掺混的颗粒越细、复合材料的硬度和强度越高。

另有一类非刚性的颗粒增强体具有延展性,主要为金属颗粒,加入陶瓷基体和玻璃陶瓷基体中能改善材料的韧性,如将金属铝粉加入到氧化铅陶瓷中,金属钴粉加入到碳化钨陶瓷中等。常见颗粒增强体见表 8-5。

名 称	密度 (g・cm ⁻³)	熔点 /℃	膨胀系数 (10 ² 成 ¹)	热导 (keal・ cm ⁻¹ ・K ⁻¹)	硬度 /MPa	抗弯强度 /MPa	弹性模型 /GPa
SiC	3, 21	27.00	£, 0	0.18	27060	100 ~ 500	_
$B_i C$	2.52	2450	5. 13	to I	27000	300~500	360~460
TiC	4. 92	8300	7.4	1/2	26000	500	_
$\operatorname{Al}_2\operatorname{O}_3$. 	2050	9.0	_	_	_	_
Si ₃ N ₄	3. 2 3.35	2100(分解)	2.5~3.2	0.03~0.07	HRA 89~93	900	330
英来石	3. 17	1850	4. 2	_	3250	~1200	_

表 8-5 常见颗粒谱弱体及其性能

8.4 复合材料的制备

复合材料的种类繁多,不同材料的性能迥异,其制造加工工艺也完全不同。下面对于 不同基体的复合材料的常用制备方法作以简单的介绍。

8.4.1 聚合物基复合材料

聚合物基复合材料在其原料纤维与树脂体系确定后就可以进行成形固化工艺。成形就是将预浸料根据产品的要求、铺置成一定的形状。固化是使已铺置成一定形状的叠层预浸料在温度、时间和压力等因素影响下使形状固定下来,并能达到预计的性能要求。从20 世纪40 年代聚合物基复合材料及其制件成形方法的研究与应用开始、随着聚合物基复合材料「业迅速发展和日新完善、新的高效生产方法不断出现、下面介绍比较重要的几种工



艺方法。

1. 手糊成形工艺

手棚工艺是聚合物基复合材料制造中最早采用和最简单的方法。其工艺过程是先在模具上涂刷合有固化剂的树脂混合物、再在其上铺贴一层按要求的裁好的纤维织物、用刷子、压辊或刮刀压挤织物、使其均匀浸散并排除气泡后、再涂刷树脂混合物和铺贴第二层纤维织物、反复上述过程已达到所需度为止,然后在一定压力作用下加热固化成形(热压成形)。或者利用树脂体系固化时放出的热量固化成形(冷压成形),最后脱模得到复合材料制品。其工艺游程如图8-7所示。



图 8-7 手糊法成形工艺流程图

2. 连续缠绕工艺

将浸过树脂胶液的连续纤维或布带。按照一定规律编绕到芯模上,然后固化脱模成为 增强塑料制品的厂艺过程, 称为缠绕厂艺。缠绕厂艺流程图如图 8-8 所示。

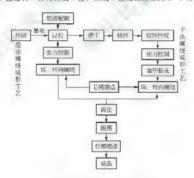


图 8-8 连续缠绕工艺流程

3. 模压成形工艺

模压成形是一种对热固性树脂和热塑性树脂都适用的纤维复合材料成形方法。将定量 的模塑料或颗粒状树脂与短纤维的混合物放入敞开的金属对模中, 闭模后加热使其熔化, 并在压力作用下充满模腔、形成与模腔相同形状的模制品、再经加热使树脂进一步发生交 联反应而固化,或者冷却使热塑性树脂硬化,脱模后得到复合材料制品。

模压成形 L 2 是一种占老 L 2 技术、早在 20 世纪初就出现了酚醛塑料模压成形。模压成形 L 2 有较高的生产效率、制品尺寸准确、表面光洁、多数结构复杂的制品可一次成形、不需要可能损害制品性能的二次加工、制品外观及尺寸的重复性好、易实现机械化和自动化操作等优点。模压 L 2 的主要缺点是模具设计制造复杂、压机及模具投资高、制品尺寸受设备限制、一般只适合制造批量大的中、小组制品。由于模压成形 L 2 具有 L 进优点,已成为复合材料的重要或形方法、在各种成形 T 2 中所占比例仅次于手糊/喷射和连续成形,属第一位,其下史海程如图 8-9 所示。

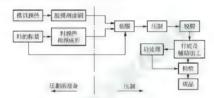


图 8-9 模压工艺流程图

8.4.2 金属基复合材料

金属基复合材料现在研究和应用多,其中包括铝基复合材料、镁基复合材料、镍基复合材料、铁基复合材料和石墨纤维复合材料等。由于铝基复合材料已经在现有工业中广泛应用,以下简要介绍铝基复合材料中的硼铝复合材料制备工厂。

复合材料的制造包括将复合材料的组分组装并压合成适于制造复合材料零件的形状。 常用的工艺有两种、第一种是纤维与基体的组装压合限零件成形同时进行、第二种是先加 厂成复合材料的预制品,然后再将预制品制成最终形状的零件。前者工艺类似于铸件、后 者则类似于先铸锭然后再锻成零件的形状。其制造过程可分为三个阶段,纤维排列、复合 材料组分的组装压合和零件层压。大多数硼-铝复合材料是用预制品或中间复合材料制 造的。

挥发性粘合剂工之是 · 种直接生产的方法. 几乎不需要什么重要的设备。制造預制品的材料包括成卷的硼纤维、铝合金箔、汽化后不留残渣的易挥发树脂以及树脂的溶剂。铝箔的厚度应结合适当的纤维间距来选择. 通常为 50~75 μm。所用的纤维排列方法有两种。单绘滚筒缠绕和从纤维盘的线架用多丝排列成连续条带。前者因为简单而较常使用。利用滚路建绕可能做成幅片, 具尺寸等于滚筒的宽度和围长. 图 8 10 为纤维滚筒缠绕的示意图。

等离子喷涂的硼 铝带用以样的方法制造、只是不喷挥发性粘合剂、而在纤维 箔片上喷 ·层基体铝合金、将纤维和箔片粘在 · 起。因为选择的等离子喷涂合金与箔基体相同、所以这两种材料都变成基体的 · 部分。铝合金粉注人灼热的等离子气流中并在放热区内被熔化、熔融质点打在纤维 箔片上并急冷到纤维的反应温度以下。



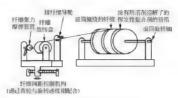


图 8-10 纤维滚筒缠绕示意图

二者生产的"毛料"预制带还必须经叠片和压合才能做成复合材料。而前者的粘合剂必须在热压前进行排除。之后进行热压工艺。

8.4.3 陶瓷基复合材料

纤维增强陶瓷基复合材料的性能取决多个因素。从基体方面看,其与气孔的尺寸及数量,裂纹的大小以及一些其他缺陷有关;从纤维方面来看,其与纤维中的杂质、纤维的氧化程度、损伤及其他固有缺陷有关;从基体与纤维的结合情况上看,则与界面及结合效果、纤维在基体中的取向以及基体与纤维的热膨胀系数差异有关。正因为有如此多的影响因素,所以实际中针对不同的材料的制作方法也不相同。

目前采用的纤维增强陶瓷基复合材料的成形办法有以下几种:

- (1) 泥浆烧铸法。这种方法是在陶瓷泥浆中把纤维分散。然后浇铸在石膏模内。这种 方法比较占老,其不受制品形状的限制。但对提高产品性能的效果不显著,成本低、工艺 简单,适合于短纤维增强陶瓷基复合材料的制作。
- (2) 热压烧结法。将长纤维切短(<3mm),然后分散并与基体粉末混合,再用热压烧结的方法即可制得高性能的复合材料。这种短纤维增强体在与基体粉末混合时取向是无序的,但在冷压成形及热压烧结的过程中、短纤维由于在基体压实与致密化过程中沿压力方向转动,所以导致了在最终制得的复合材料中,短纤维沿加压面挥优取向,这也就产生了材料性能上一定程度的各向异性。采用这种方法则纤维与基体之间的结合较好,是目前采用较多的方法。
- (3) 浸渍法。这种方法适用于长纤维。首先把纤维编织成所需形状、然后用陶瓷泥浆 浸渍、干燥后进行熔烧。这种方法的优点是纤维取向可自由调节、如前面所述的单向排布 及多向排布等。缺点是不能制造大尺寸制品,而且所得制品的致密度低。

8.5 复合材料的主要性能与应用

8.5.1 聚合物基复合材料

按所用增强体不同、聚合物基复合材料(polymer matrix composite, PMC)可以分为 纤维增强(FRC)、晶须增强(WRC)、颗粒增强(PR()) : 大类。其有许多突出的性能与 I. 艺特点, 主要包括.

- (1) 比强度、比模量大。玻璃纤维复合材料(图 8 11) 有较高的比强度、比模量、碳 纤维、硼纤维、有机纤维增强的聚合物基复合材料的 比强度相当干钛合金的 3~5 倍, 比模量相当干金属 的 3 倍多, 这种性能可因纤维排列的不同而在一定范 围内变动.
- (2) 耐糖劳性能好。全属材料的疲劳破坏常常是 没有明显预兆的突发性破坏。而聚合物基复合材料中 纤维与基体的界面能阻止材料受力所致裂纹的扩展。 因此, 其疲劳破坏总是从纤维的薄弱环节开始逐渐扩 展到结合面上,破坏前有明显的预兆。大多数金属材



玻璃纤维增强塑料电缆异管

料的疲劳强度极限是其抗张强度,而碳纤维 聚酯复合材料的疲劳强度极限可达到其抗张 强度的70%~80%。

- (3) 减振性好。受力结构的自振频率除与结构本身形状有关外,还与结构材料比模量 的平方根成正比。复合材料比模量高、故具有较高的自振频率。同时、复合材料界面具有 吸振能力,使材料的振动阻尼很高。对于同样大小的振动,轻合金梁需 9s 停止,而碳纤 维复合材料梁只需 2.5s 就停止。
- (4) 过载时安全性好。复合材料中有大量增强纤维、当材料过载而有少数纤维断裂 时,载荷会迅速重新分配到未破坏的纤维上,使整个构件在短期内不会失去承载能力。
- (5) 具有多种功能性。包括良好的耐磨性、电绝缘性、耐腐蚀性,特殊的光学、电

但聚合物基复合材料还存在着一些缺点。如耐高温、耐老化性能及材料强度一致性等 有所欠缺,这些都有待于进一步研究提高。~

8.5.2 金属基复合材料

1. 主要特点与性能

金属基复合材料(metal matrix composite, MMC), 是以金属及其合金为基体, 与其 他金属或非金属增强相合成的复合材料, 其增强材料大多为无机非金属。如陶瓷、碳、石 墨及硼等,也可以用金属丝。它与聚合物基复合材料、陶瓷基复合材料以及碳 碳复合材 料一起构成现代复合材料体系。



图 8-12 金属基复合材料风扇叶片

金属基复合材料的增强相/基体界面起着关键的 连接和传递应力的作用。对金属基复合材料的性能和 稳定性起着极其重要的作用,其应用实例如图 8-12 所示。金属基复合材料可以按其所用增强相的不同来 分类,主要包括纤维增强金属基复合材料、颗粒增强 金属基复合材料、晶须增强金属基复合材料。MMC 常用的纤维包括硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维和 碳与石墨纤维等。其中增强材料绝大多数是承载组 分,金属基体主要起粘接纤维、传递应力的作用,大 都选用工艺性能(如塑性加工、铸造性)较好的合金。因而常作为结构材料使用。在纤维增强金属基复合材料中比较特殊的是定向凝固共品复合材料、其增强相为层片状和纤维状相。金属基复合材料大多数用作高温结构材料。如航空发动机叶片材料;也可作为功能型复合材料应用,如InSb-NiSb可作磁、电、热控制元件。

颗粒、晶須增强相包括 SiC、ALO、BC等陶瓷颗粒、及 SiC、Si、N、BC等晶须、这类典型的复合材料包括 SiC。增强铝基、镁基和钛基复合材料、TiC。增强钛基复合材料和 SiC、增强铝基、镁基和铁基复合材料等。这类复合材料中增强材料的承载能力不如连续纤维,但复合材料的强度、刚度和高温性能往往超过基体金属、尤其是在品须增强情况下。颗粒或晶须增强金属基复合材料可以采取压铸、半固态复合铸造以及喷射沉积等工艺技术来制备,是应用范围最广、开发和应用前景最大的一类金属基复合材料,已应用于汽车工业。颗粒、晶须、短纤维增强金属基复合材料亦称为非连续增强型。

总之,金属基复合材料具有的高比强度、高比模量,良好的导热、导电、耐磨性,低的热膨胀系数等优异的综合性能,使其在航天、航空、电子、汽车、先进武器系统中均具有广泛的应用前景。

与聚合物基复合材料相比,金属基复合材料的发展时间较短,处在蓬勃发展阶段。随 着增强材料性能的改善、新的增强材料和复合制备下艺的开发,新型金属基复合材料将会 不断涌现,原有金属基复合材料的性能也将会不断提高。

2. 典型代表

·般来说,金属基复合材料所用基体金属可以是单一金属,也可以是合金,比较常见的为铝、钛、镁及其合金等。

- (1) 铝基复合材料。这种复合材料是当前品种和规格最多、应用最广泛的复合材料。包括硼纤维、碳化硅纤维、碳纤维增强铝,碳化硅颗粒与品须增强铝等。铝基复合材料是金属基复合材料中开发最早、发展最迅速、品种齐全、应用最广泛的复合材料。货堆增强铝基复合材料,因其具有高比强度和比例度,在航空、航天工业中不仅可以大大改善铝合金部件的性能,而且可以代替中等温度下使用的昂贵的钛合金零件。在汽车工业中,用铝及铝基复合材料替代铜铁的前景也很好,可望起到节约能源的作用。
- (2) 钛基复合材料。主要包括硼纤维、碳化硅纤维增强钛、碳化钛颗粒增强钛。钛基复合材料的基体主要是 Ti 6Al 1V 或塑性更好的β 型合金 (如 Ti 15V 3Cr 3Sn 3Al),以钛及其合金为基体的复合材料具有高比强度、比刚度、很好的抗氧化性能和高温力学性能,在航空工业中可以替代镍基耐热合金。颗粒增强钛基复合材料上要采用粉末治金方法制备、如用冷等静压和热等静压相结合的方法制备,并与末增强的基体钛合金实现扩散连接、制成共基质微宏观复合材料。
- (3) 镁基复合材料。镁及其合金具有比铝更低的密度、在航空、航天和汽车 Г业中具有较大的潜力。大多数镁基复合材料的增强材料为颗粒与晶须、如 SiC。或 SiC。/Mg 和 B C 、Al·O。/Mg。虽然石墨纤维增强镁基复合材料、与碳纤维、石墨纤维增强铝相比、密度和热膨胀系数更低、强度和模量也较低,但具有很高的导热/热膨胀比值,在温度变化环境中、是一种尺寸稳定性极好的宁宙空间材料。镁基复合材料的基体主要有 AZ31

(Mg 3A] 1Zn)、AZ61(Mg 6A] 1Zn)、ZK60(Mg 6Zn Zr)及AZ91(Mg 9A] 1Zn)等。
(4) 高温合金基复合材料。这类复合材料主要包括两种不同制备方式的金属基复合材料。①难熔金属丝增强型。主要采用钨、铬等难熔合金丝、研究较多的是以钨丝增强的复合材料。制备工艺一般采用热压扩散结合工艺,亦可采用粉末治金法。基体一般采用高温合金、如镍基、钴基或铁基。②定向凝固共晶复合材料。亦称原位生成自增强型复合材料。选用合适的高温合金,在定向凝固条件下使共品两相以层片或纤维状增强相,与基体相按单向凝固结晶方向同时有规则地排列生长,以达到增强效果。采用高温共晶的合金主要看 Ni - TaC、Co - TaC、Ni - Cr - AI - Nb 等。

除上述之外,还有铜基、锌基及金属间化合物基复合材料等。

3. 界面化学结合

增强相与基体相界面的结合状态对复合材料整体性能影响较大、如碳纤维增强铝基复合材料中,在不同界面受载时,如果结合太弱、纤维就大量拔出、强度降低;结合太强、复合材料易脆断,既降低强度又降低塑性;只有结合适中,复合材料才表现出高强度和高塑性,增强相与基体金属界面的结合作用一般包括机械结合、浸润溶解结合、化学反应结合、混合结合。其中化学反应结合最为重要。

大多数金属基复合材料属于热力学非平衡系统、只要存在有利的动力学条件、增强体与基体间就可能发生扩散和化学反应、在界面上生成新的化合物层。例如、硼纤维增强钛基复合材料时、界面发生化学反应生成 TiB 界面层,碳纤维增强铝基复合材料时、界面生成 Al.C. 化合物。在许多金属基复合材料中、界面反应层不是单一的化合物、例如硼纤维增强 Ti/Al 合金时,界面反应层存在多种反应产物。

化学反应界面结合是金属基复合材料的主要结合方式。在界面发生适量的化学反应, 可以增加复合材料的强度,但反应过量时,因生成物大多数为脆性物质,界面层积累到一定厚度,会引起开裂,严重影响复合材料的性能。

8.5.3 陶瓷基复合材料

陶瓷材料具有强度高、硬度大、耐高温、抗氧化、耐化学腐蚀等优点。但其抗弯强度 不高、断裂韧性低、限制了其作为结构材料使用。当用高强度、高模量的纤维或晶须增强 后,其高温强度和韧性可大幅度提高。陶瓷基复合材料 (ceramic matrix composite,

CMC)的主要目的是增韧,其应用实例如图 8-13 所示。最近、欧洲动力公司推出的航天飞机高温区用碳纤维增强碳化硅基体和用碳化硅纤维增强碳化硅基体所制造的陶瓷基复合材料,可分别在1700℃和1200℃下保持20℃时的抗拉强度,且有较好的抗压性能、较高的层间剪切强度;而断级延伸率较一般陶瓷大、耐辐射效率高,可有效地降低表面温度,有极好的抗氧化、抗开裂性能。



图 8-13 陶瓷基复合材料

陶瓷基复合材料与其他复合材料相比发展仍较缓慢, 主要原因是制备 「艺复杂,且缺少耐高温纤维。



8.5.4 复合材料的应用

1. 能源技术领域的应用

高技术对材料的选用是非常严格和苛刻的,复合材料的优越性能比一般材料更能适合高技术发展的需要。如运载火箭的壳体、航天飞机的支架。 D星的支架等各种结构件,都要求用质轻、高强度、高刚度的材料以 节约推动所需的燃料, 26 材料能满足这些要求。特别是像导弹的头部防热材料、航天飞机的防热前缘和火箭发动机的喷管等需要耐高温、抗烧蚀的材料,更是非复合材料卓属。表86为复合材料在能源技术中的应用。

	衣 8 - 0 复百例科住能源1	又不中的应用
新能源	构件	复合材料
太阳能发电	太阳能电池结构支架、热变换器的 吸热层叶片及塔身、核燃料包覆管	碳纤维树脂基复合材料、吸热功能复合 材料
风力发电机 核能源	叶片及塔身、同位素分离机转子, 核燃料包覆管	泥杂碳纤维树脂基复合材料、碳纤维树
节能汽车	转动轴、轮箍活塞(局部嵌件)、活塞连杆及销子	碳纤维树脂基复合材料、氧化铝纤维增 强铝基复合材料
燃料涡轮 发动机储能	搁轮叶片	陶瓷基复合材料、耐高温金属基复合材料、
高效铅酸	电极	碳纤维增强铝基复合材料

表 8-6 复合材料在能源技术中的应用

2. 信息领域的庫用

信息技术是现代发展最迅速的高技术,在包括信息的检测、传输、储存、处理运算和 执行等方面,复合材料起创重要的作用,见表 8-7 所列。

在生物 L程方面, 复合材料不仅力学性能满足生物 L程用容器的要求, 同时还能满足耐腐蚀、抗生物破坏及具有生物相容性的要求。此外复合材料还在机械、化工、国防等领域有广泛的应用。

功能	部件	复合材料
检查	换能敏感元件	具有换能功能的复合材料
传输	光纤、光纖芯和管	碳纤维或芳纶增强树脂基复合材料、磁件 功能复合材料
存储	磁记录和磁光记录盘片	碳/铜复合材料
处理和计算	大规模集成电路基片	半导体及导电性复合材料
执行	计算机及终端用屏蔽罩、机械手与 机器人	碳纤维 树脂基或金属基复合材料

表 8-7 复合材料在信息技术技术中的应用

8.5.5 复合材料存在的问题与未来展望

该领域存在的主要问题如下:

- (1)如何提高结构型复合材料的性能。随着高技术的发展、对结构型复合材料的性能 指标日益提高。先进复合材料在模量上已经基本达到要求、但在强度及耐温性等方面尚须 提高。金属基复合材料目前强度相距指标要求尚远、纤维增强相的强度还有进一步开发的 较大潜力、因为目前达到的水平距理想单晶的强度有数量级上的差别。如何使纤维结构具 有高度取向性、并使其缺陷减到最小、是增强相研究的方向。
- (2)复合材料界面的设计与控制。复合材料界面实质上是纳米级以上厚度的界面相或称界面层。在增强相与液态基体相互接触时、即使不发生反应也可能在基体凝固或固化过程中,由于诱导效应或残余应力的作用使临近接触界面的基体局部结构发生不同于基体本体的变化。如果基体本身是多组分材料(如合金),则会在接触界面附近发生某元素的富集,使之不同于基体本体,如两组分之间相互溶解、扩散或者发生化学反应、都必然产生一层新生相,这些都是构成界面相(或层)的原因。界面相也包括预先在增强相表面涂饰或处理的表面层(如偶联剂)。界面的控制与设计是一个较新的课题。希望能根据需要有意识地控制界面新接力、内应力和界面层厚度及其层内的结构性能。为此设计用增强相的表面处理、涂层以及基体的组织成分(包括在聚合物内添加组分、金属合金元素等),来构成比较理想的甚至梯度过渡的界面层。
- (3) 建立适合复合材料的力学,在材料力学方面已经进行了大量的工作。但都建立于连续介质力学的基础上。复合材料不是连续介质,因为它不仅是多相材料而且还存在界面。这种复杂体的力学处理非常困难。目前具停留在经验或半经验的水平上。需要予以重视和研究解决。同时对于复合材料微观力学问题的研究工作还很少,复合材料的破坏力学也存在很多问题。
- (1) 研究混杂和超混杂型复合材料。纤维混杂和叠层混杂型复合材料已经在实用中取得很好的效果,特别是它能在基本满足性能的前提下,减少其中先进复合材料所占的比重。从而使价格明显下降。超混杂复合材料是近年来发展的新型复合材料。它具有优异的性能、特别是将来有可能使超混杂复合材料非有结构和功能的作用,所以受到重视。但是有关混杂效应的机制、材料匹配的控制与设计的研究还远远不够,以致尚不能充分发挥这类复合材料的优势。
- (5) 复合材料结构设计的智能化。随着电子计算机技术的飞跃发展、用以设计复合材料使之满足最优化条件取得了一定的成果、但尚需进一步走向智能化设计的水平。特别是依靠电子计算机的显示功能、可把模拟实用条件下复合材料的适应能力直观地显示出来、从而设计新的先进复合材料和进行筛选、避免了大量复杂而昂贵的试验、节约了时间。
- (6) 功能复合材料及复合材料仿生学的研究。功能复合材料具有无可比拟的优越性和 可供设计的广阔自由度。关于复合材料仿生学更是如此、许多生物体复合材料的先进性还 有待认识和仿效。

展望未来,不仅上面提出的各项问题将会得到满意的解决,而且还会出现各种新颎的 结构形或功能型先进复合材料。特别是功能复合材料如智能复合材料、自愈合复合材料、 自应变复合材料等。目前科学发展的规律是逐步从宏观进入微观,出现了原子级和分子级 的材料设计问题,复合材料研究也会出现类似的发展趋向。



5. 简述复合材料的应用及展望。



一、填空颢

	、
1.	按基体材料类型不同,复合材料可分为 、 、 。
2.	按增强相形态不同,复合材料可分为、、、、。
3.	复合材料的命名以 为基础,命名的方法是将 或 邡
在前,	放在后,再缀以"复合材料"。如由硼纤维和环氧树脂构成的复合材料
称为	
4.	碳/碳复合材料是由 增强体与 基体组成的复合材料,简系
5.	。 是聚合物基复合材料中最为重要的基体材料、以双酚 A 与环氧氯丙烷
缩合而	得的为主,其分子量可以从几百至数千,常温下为黏稠液状或脆性固
体。	(3)
6.	
的合成	纤维,最有代表性的商品为,被朴邦公司于1968年发明,在我国亦利
7.	是聚合物基复合材料制造中最早采用的和最简单的方法。
_	、名词解释
复	合材料 增强相 聚酰胺 碳纤维 晶须 MMC
Ξ	、简答题
	简述金属基体的选择原则。
2.	简述复合材料中基体的主要作用。
	简述复合材料的特点,试论述复合材料中增强体表面改性的必要性。
4.	简述聚合物基复合材料的性能和特点。

第9章

纳米材料



知识要点	掌握程度	相美知识
纳米材料的概念、种类	理解納米材料的概念; 掌握納米材料的分类方法及纳米涂 层、碳纳米管、納米复合材料等主要 类型	原子团簇、纳米颗粒、碳纳米管、超晶格、纳米超厚膜、纳米涂层、自组装技术、纳米复合材料
纳米材料的特性		小尺寸效应、表面效应、量子尺寸 效应和宏观量子隧道效应、蓝移现 象、量子限域效应
纳米材料的制备及其应用	了解纳米材料的主要制备方法、原 理及纳米材料的应用	物理法、化学法、综合法、气相 法、液相法、固相法、磁流体



导入案例

20 世紀 90 年代美国国家关键技术委员会向总统提交了一份国家关键技术报告,指出;采用先进的纳米技术可生产纳米机械装置和传感器。纳米电子技术和纳米制造技术的发展促进了纳米传感器的诞生,这将极大丰富传感器的理论,拓宽传感器的应用领域。

纳米材料能吸附周围气体和光,使电性质发生变化,出现升温现象等,利用界面效 应、尺寸效应、量子效应有可能制成传感器。传感器的研究开发与纳米材料和比,其应 用方面更加具体化,传感器上所用的纳米材料主要是固定材料。未来的战争将是一场信 总战、信息战的重要特征之一就是窃取和反窃取情报。将纳米传感器用空投或其他方法 投入到所需的地方,可构成一个分布式传感器网络,以搜集情报。或者用纳米机器人组



图 9-1 幼老佐成器

成一支規模宏大的"机器虫"部队,可携带各种功能的纳米传感器去執行轉体任务。纳米传感器(见图9-1)不仅可以在来,成争中大显身手,在医学中也有用武之地,在临床手术上利用纳米传感器提供的实时信息,可提高手术的成功率。在药物制剂中,直径在微米或纳米级药物微粒的研究已成为国内外套剂学的研究热点。

9.1 纳米材料的概念

纳米(nm)是一种长度单位、1nm等于10~m、相当于头发丝直径的1 100000。化学以原子和分子为研究对象,其尺度通常小于1nm; 凝聚态物理则以尺度大于100nm 的固态物质为研究对象。显然,在这两个领域之间存在一个范围为1~100nm 的尺度空隙,即所谓纳米尺度,图9-2 所示为纳米尺度与物体尺寸比较。人们发现,当物质达到纳米尺度后,将具有传统材料所不具备的物理、化学性能、表现出独特的光、电、磁和化学特性等。因此,人们把处于纳米尺度的材料从传统材料中分离开来,称为纳米材料(nanomaterials)或纳米结构材料(nanostructured materials)。广义地说,纳米材料指微观结构至少在一维方向上受纳米尺度(1~100nm)调制的固体超细材料,或以其为基本单元构成的材料。与纳米材料研究相关的学科称为纳米科学技术。

纳米科学技术是 20 世纪 80 年代未出现并正在飞速发展、融介观体系物理、量子力学等现代科学为一体。与超微细加工、计算机、扫描隧道显微镜等先进工程技术相结合的多方位、多学科的新科技。纳米科学技术是在纳米尺度范围内认识和改造自然、通过直接操作或安排原子、分子状况而创造新物质。它的出现标志着人类改造自然的能力已延伸到原子、分子水平、标志着人类科学技术已进入一个新的时代。

纳米科技主要包括纳米物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、 纳米加工学、纳米力学七个相对独立又相互渗透的学科,及纳米材料、纳米器件、纳米尺

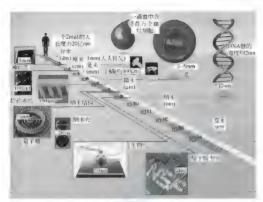


图 9-2 纳米尺度与物体尺寸比较

度的檢測与表征这三个研究领域。其中、纳米物理学和纳米化学为纳米技术提供了理论依据、纳米电子学是纳米技术的最重要内容、而纳米材料的制备和研究则是整个纳米科技的基础。纳米材料的股份分为一个阶段、①实验至制备各种纳米粉体、合成块体、研究评估表征的方法、探索纳米材料的性能,②设计纳米复合材料、③组装纳米体系。其中人工组装合成的纳米体系被来越受到人们关注。

9.2 纳米材料的种类

纳米材料的种类繁多、根据化学组成和结构不同、可分为纳米金属材料、纳米陶瓷材料、纳米高分子材料和纳米复合材料;根据力学性能不同、可分为纳米增强陶瓷材料、纳米改性高分子材料,纳米耐磨及润滑材料等,根据光学性能不同、可分为纳米坡 (隐身) 材料、光过滤材料、光导电材料、纳米抗紫外线材料等;以电于性能划分、可分为纳米半导体传感器材料、纳米超纯电子浆料;以磁性能划分,有高密度磁记录介质材料、磁流体、纳米磁性吸波材料、纳米磁性药物等;以热学性能划分,有纳米热交换材料、低温烧结材料、特种非平衡合金等;以生物和医用性能划分、有纳米药物、纳米骨和齿修复材料、纳米抗菌材料;以表面活性划分,则有纳米催化材料、吸附材料、防污环境材料等。

在纳米材料研究中,通常接维数不同,把纳米材料的基本单元分为零维、·维和二维。零维纳米材料指空间:维尺度均在纳米尺度范围,如纳米颗粒、原子团簇等; ·维纳米材料指空间中有两维处于纳米尺度,如纳米丝、纳米管、纳米棒等; 二维纳米材料指在··维空间中有一维在纳米尺度,如稻满腹,多层膜,稻品格等。此外,由这些低维纳米材

料作为基本单元构成的块状材料,可划分为三维纳米材料,其纳米单元作为纳米相存在于 块状材料中。

1. 原子团纂(atomic clusters)

其为介于单个原子与固态块体之间的原子集合体,其尺寸一般小于1nm。含几个到几 百个原子。根据其组成不同, 可分为一元, 二元, 多元原子闭簇以及原子簇化合物。原子 簇化合物是原子闭簇与其他分子以配位化学键结合成的化合物,有线状、层状、管状、洋 葱状、球状等。原子团簇是由原子、分子的微观尺寸向宏观尺寸的过渡阶段,具有许多奇 特的性质,如原子稳定性、气、液、固态的并存与转化,极大的表面 体积比,异常高的 化学和催化活性,结构的多样性和排列的非周期性等。原子团簇的奇特性质是纳米材料许 多特性的科学基础,

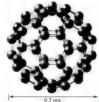


图 9-3 Can的结构示意图

原子团簇中最典型的是富勒烯 (fullerenes), 于 1985 年被发现,是继金刚石和石墨之后碳元素的第三种晶体 形态。C. 是最先发现的富勤烯。由60个碳原子构成、与 足球拥有完全相同的外形(图 9-3)。60 个碳原子处于60 个顶点上,构成20个正六边形与12个正五边形组成的 球形 32 面体, 其大小仅有 0,7nm。Co有着无数优异的性 质,它本身是半导体,掺杂后可变成临界温度很高的超导 体、由它衍生出的碳纳米管比相同直径的金属强度高 100 万倍.

目前,原子团簇的研究工作主要有两方面,①理论计 **算原子团籐的原子结构、键长、键角和排列能量最小的可** 能存在结构;②实验研究原子团簇的结构与特性。制备原子团,并设法保持其原有特性压 制成块,开展相关的应用研究。

2. 纳米颗粒 (nanoparticles)

其指颗粒尺寸为纳米最级的超微颗粒,其尺度大干原子团簇,小干通常的微粉,一般 在 1~100nm 之间,需用高分辨力的电子显微镜观察。

纳米颗粒与原子团簇不同,一般不具有幻数效应。但纳米颗粒的比表面积远大于块体 材料,这使其电子状态发生突变。已经发现,当粒子尺寸进入纳米量级时,粒子将具有量 子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,表现出许多特有的性质,在催 化、滤光、光吸收、医药、磁介质及新材料等方面有广阔的应用前景。

3. 碳纳米管(carbon nanotubes)

文是 1991 年才被发现的一种碳结构。理想碳纳米管是由碳原子形成的石墨烯片层卷成。 的无缝、中空的管体,管两端一般由含五边形的半球面网格封口(图 9 4)。石墨烯的片层。

般可以从一层到上百层,含有一层石墨烯片层的 称为单壁碳纳米管 (single walled carbon nano tubes, SWNT); 两层的称为双壁碳纳米管 (double walled carbon nanotubes, DWNT); 多于两层的称为多壁碳纳米管 (multi walled

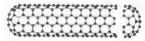


图 9-4 碳纳米管结构示意图

carbon nanotubes,MWNT)。SWNT 的直径一般为1~6nm,最小直径大约为0.5nm,与C。分子的直径相当。SWNT 管的长度可达几百纳来到几微来,因 SWNT 的最小直径与富勒烯分子类似,故也称为富勒管。MWNT 的层间距约为0.34nm,直径在几纳米到几上纳米,长度一般在微水量级,最长者可达数毫米。由于碳纳米管具有较大的长径比,所以可看成为准一维纳米材料。

碳纳米管的尺寸尽管很小,但其电导率却是铜的1万倍,强度是铜的100倍,而重量 只有铜的17。它像金刚石一样硬,却有柔韧性,可以拉伸。它的熔点是已知材料中最高的。

由于碳钠米管的独特性能,使其在高新技术诸多领域有着诱人的应用前景。在电子方面,利用碳钠米管奇异的电学性能,可将其应用于超级电容器、场发列平板 扇示器、晶体管集成电路等领域;在材料方面,可将其应用于金属、水泥、塑料、纤维等诸多复合材料领域;它是迄今为止最好的贮氢材料,并可作为多类反应催化剂的优良载体;在军事方面,利用它对波的吸收、折射率高、将其作为隐身材料广泛应用于隐形飞机和超音速长机;在航天领域,利用其良好的热学性能,将其添加到火箭的固体燃料中,从而使燃烧效率更高。图 9 - 5 所而被缴米管纤维制成的超塌贴护影心



图 9-5 由碳納米管纤维制成的 超强防护背心

4. 超晶格(superlattice)

这是两种不同组元以几纳米到几十纳米的薄层交替生长并保持严格周期性得到的多层 膜,是特定形式的层状精细复合材料。在超晶格中,每一层的尺寸都在纳米尺度范围,但 实际的超晶格可以生长到任意尺寸。

超品格的概念由美国 IBM 实验室于 1970 年提出, 目前以半导体超品格的研究最为系统、深入, 其有望成为新一代的微电子、光电子材料。最初的半导体超品格是由砷化镓和镓智砷两种半导体漆膜交替生长而形成的。 目前其种类已扩展到铜砷/镓锑、铜铝砷 钢镓砷、锑铁 链锡碲等多种类型。组成材料也由化合物半导体扩展到锗、硅等元素半导体、特别是近年来发展起来的硅/锗社应变超晶格,由于其可与硅的平面 [艺相容和集成,因而格外受到重视,被誉为新一代硅材料,在集成光电子学中、用其作过渡,可在硅芯片上制资格检波管。

半导体超晶格结构不仅给材料物理带来了新面貌,而且促进了新一代半导体器件的产 生,可制备高电子迁移率的晶体管、红外探测器,先进的雪崩型光电探测器,实空间的电 于转移器件等,被广泛应用于雷达、电子对抗、空间技术等领域。

5, 纳米超薄膜、纳米薄膜与纳米涂层

纳米超薄膜指薄膜厚度处在纳米数量级的薄膜,其具有导电、电致发光、光电转换等 很多奇异特性,可用于制备依感器、太阳能电池及光通信元件,近年来受到广泛的重视。

纳米超薄膜可通过 Langmur Blodgett(LB)法、自组装法 (self assembly, SA)等制备。自组装技术是由法国科学家 Decher 等提出的一种基于静电作用的制备超薄膜的方法, 它与气相沉积、旋转涂布、浸泡吸附等方法的最大不同是其制备的超薄膜高度有序并有方



向性。其特点是方法简单、无须特殊装置,采用水为溶剂,具有沉积过程和膜结构分子级 可控制的优点。可利用连续沉积不同组分制备膜层间二维甚至三维的有序结构、实现膜的 光、电、磁等性质,还可模拟生物膜,故近十余年来受到广泛的重视。

纳米薄膜与纳米涂层主要指含有纳米粒子和原子闭簇的薄膜、纳米尺寸厚度的薄膜、 纳米级第二相粒子沉积镀层、纳米粒子复合涂层或多层膜。一般而言,金属、半导体和陶 瓷的细小颗粒在第二相介质中都有可能构成纳米复合薄膜,存在尺寸效应、量子尺寸效应 及与相应母体的界面效应,具有特殊的物理和化学性质。

6. 纳米固体材料

具有纳米特征结构的固体材料称为纳米固体材料。如由纳米颗粒压制烧结而成的 : 维 固体, 其结构上表现为颗粒和界面双组元; 又如原子团簇堆压成块体后, 保持原结构而不 发生反应形成的固体。后者具有很高的强度、稳定性以及导电能力, 这类材料中存在大量 晶界, 呈现出特殊的机械、电、磁、光和化学性质。

由纳米硅晶粒和晶界组成的纳米固体材料,其晶粒和边界几乎各占体积 · 半,具有比本征晶体硅高的电导率和载流了迁移率,电导率的温度系数很小。此外,通过引入高密度的缺陷核,可获得一类新的无序固体,其中含有晶界、相界、位错等类型的缺陷,从而得到不同结构的纳米晶体材料。

7. 纳米复合材料(nanocomposites)

其指由两种或两种以上的固相至少在。维上以纳米尺度复合而形成的复合材料。较常用的分散相有纳米颗粒、纳米晶须、纳米纤维等。基体材料(连续相)可以是金属、无机 非金属和有机高分子。当以纳米材料为分散相、有机聚合物为连续相时,可形成聚合物基 纳米复合材料。

聚合物基纳米复合材料与常规的无机填料 聚合物体系不同,不是有机相与无机相的简单混合。而是两相在纳米尺寸范围内的复合。作为分散相的有机聚合物画常是指刚性棒状高分子。包括溶致液晶聚合物。热致液晶聚合物和其他刚性高分子。它们以分子水平分散在柔性聚合物基体中。构成无机物。有机聚合物纳米复合材料。作为连续相的有机聚合物可以是热塑性聚合物。热固性聚合物。聚合物基无机纳米复合材料不仅具有纳米材料的表面效应、量子尺寸效应等性质。而且将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、加工性及介电性能糅合在一起。从而产生许多特异的性能。

把纳米粒子分散到 _ 维的薄膜材料中可形成纳米复合材料, 其可分为均匀弥散和非均匀弥散两大类。均匀弥散是指纳米粒子在薄膜中均匀分布, 非均匀弥散是指纳米粒子随机、混乱地分散在薄膜基体中。此外,由不同材质构成的多层复合膜也属于纳米复合材料。近年来引入注目的凝胶材料,也可作为纳米复合材料的母体。

9.3 纳米材料的特性

由于纳米材料具有特殊的结构,处于热力学极不稳定状态,因而表现出独特的效应, 并由此衍生出很多特殊性能。

9.3.1 纳米效应

纳米效应包括、小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应。

1. 小尺寸效应

当微粒尺寸小到与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相下长度等物理特征尺寸相等或更小时,固体材料赖以存在的周期性边界条件将被破坏。声、光、电磁、热力学等特性均会呈现新的尺寸效应。例如,光吸收显著增加并产生等离子共振粮移。磁有序态向磁压序态转变;超导相向正常相转变。小尺寸效应为实用技术开拓了新领域。例如,纳米尺度的强磁性颗粒,可制作磁性信用卡、磁性钥匙、磁性车票。还可以制成磁性液体,广泛用于电声器件、阻尼器件和旋转密封、润滑等领域。纳米微粒的熔点运低于块状金周,例如2mm的金颗粒熔点为 600K,块状金为 1337K,此特性为粉末治金提供了新工厂。

2. 表面效应

纳米材料的组成粒子尺寸小,且随着粒径减小,表面原子数增加,粒子比表面积增大,每克粒径为1nm粒子的比表面积显粒径为100nm粒子比表面积的100 倍。表面原子数的增多,使原子配位不足,表面能高,表面原子极不稳定,很容易与其他原子结合。例如纳米金属粒子在空气中会燃烧,无机纳米粒子爆游在空气中会吸附气体,片与气体进行反应。利用这一性质,人们可以通过使用纳米材料火提高材料的利用率和开发材料的新用。效应,如根高催化剂效率,现该材料的服防水率、涂料的遮盖率。系值测的效率等。

3. 量子尺寸效应

在纳米材料中, 当组成粒子的尺寸下降到某一值时, 金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散片使能级变宽的现象, 称为纳米材料的量子尺寸效应。这一现象的出现使纳米银与普通银的性质完全不同, 普通银为良导体, 而纳米银在粒径小于 20nm 时却是绝缘体。

4. 宏观量子隧道效应

微观粒子具有的贯穿势垒能力, 称为隧道效应。近年来, 人们发现, 些宏观量, 如磁颗粒的磁化强度、量子相下器件中的磁通量等, 亦具有隧道效应, 称为宏观量子隧道效应。例如, 具有铁磁性的磁铁, 其粒子尺寸达到纳米级时, 由铁磁性变为顺磁性或软磁性。量子尺寸效应, 宏观量子隧道效应将是未来微电子、光电子器件的基础。

9.3.2 纳米材料的特殊性质

由于上述四种效应的存在, 纳米材料具有很多不同于块体材料的特殊性质。

1. 光学性质

表面效应和量子尺寸效应对纳米微粒的光学特性有很大的影响,使纳米微粒具有同种 宏观大块物体所不具备的新光学特性。

(1) 宽频带强吸收。大块金属对不同波长可见光的反射和吸收能力不同。故具有不同 颜色的光泽。当尺寸减小到纳米级时,各种金属纳米微粒几乎都呈黑色,它们对可见光的 反射率极低。例如,Pt 纳米粒子的反射率为 1%、Au 纳米粒子的反射率小于 10%。 纳米氮化硅、碳化硅及氧化铝粉末存在红外吸收带宽化。这是因为纳米粒子的比表而 积大、导致平均配位数下降、不饱和键增多、与大块材料不同、存在一个较宽的键振动模 分布、在红外光场作用下其对红外吸收的频率也存在一个较宽的分布。利用这一特性、纳 米材料可作为高效率的光热、光电等转换材料、可高效率地将太阳能转变为热能、电能、 也可应用于红外镀感元件、红外隐身技术等领域中。

- (2) 蓝移现象。与大块材料相比,纳米微粒的吸收带普遍存在"蓝移"现象,即吸收 带移向短波方向。其原因主要是;①量子尺寸效应使颗粒尺寸下降,能隙变宽;②纳米微 粒小、大的表面张力使晶格畸变,晶格常数变小、对纳米氧化物和氮化物微粒的研究表 明、键长缩短导致纳米微粒的键本征振动矩率增大,使光吸收带移向高波数。
- (3)量子限域效应。半导体纳米微粒的半径小于激子玻尔半径时,电子的平均自由程受小粒径的限制,被局限在很小的范围,空穴很容易与它形成激子,引起电子和空穴波函数的重叠,很容易产生激子吸收带。激子带的吸收系数随粒径下降而增加,即出现激子增强吸收并蓝移,称为量子限域效应。量子限域效应使纳米半导体微粒的光学性能不同于常规半导体。
- (4) 纳米微粒发光、当纳米微粒的尺寸小到一定值时,可在一定波长的光激发下发光。如粒径小于 6 nm 的 Si 在空温下可以发射可见光、随粒径破小、发射带强度增强并移向短波方向; "粒径大于 6 nm 时,光发射现象消失。 有科学家指出,大块 Si 的结构存在,平移对称性, 但得大尺寸 Si 不可能发光、当 Si 粒径小到某一程度(6 nm)时,平移对称性消失,因而出现发光观象。

2. 热学性质

- (2) 烧结、纳米微粒尺寸小、表面能高、压制成块材后的界面具有高能量、有利于界面中的孔洞收缩。 在较低的温度下烧结就能达到致密化的目的、即烧结温度和熔点急剩下降。常规氧化铝烧结温度在1700~1800、 而纳米氧化铝可在 1150~1400、烧结、致密度可达 99%以上。例如,在钨颗粒中附加 0.1%~0.5%的超微镍颗粒后,可使烧结温度从 3000℃降低到 1200~1300℃,可在较低温度下烧制成大功率半导体管的基片。
- (3) 比热容和热膨胀系数。纳米金属 Cu 的比热容是传统纯 Cu 的 2 倍;纳米固体 Pd 的热膨胀比传统 Pd 提高 1 倍;纳米 Ag 作为稀释制冷机的热交换器效率比传统材料高 30%。

3、电学特性

其主要表现为超导电性、介电和压电特性。如金属银是优异的良导体,而 10~15nm 的银微粒电阻突然升高,失去常规金属的特征,变成非导体;具有绝缘性能的二氧化硅, 当尺寸小到 10~15nm 时电阻大大下降,而具有导电性。

4. 磁学性质

磁性材料达到纳米尺度后,其磁性往往发生很大变化。如 10~15nm 的铁磁金属纳米粒子矫顽力比相同的常规尺寸材料大 1000 倍,而当颗粒尺寸小于 10nm 时娇顽力变为零,表现为超颠磁性。在小尺寸下,当磁性材料的各向异性减小到与热运动能相当时,易磁化方向作无规律的变化,导致超顺磁性的出现,磁化率也会发生明显变化,纳米磁性金属的磁化率导宏观状态下的 20 倍,而饱和磁矩导宏观状态下的 1/2。

利用磁性微粒具有高矫顽力的特性,已制成高储存密度的磁记录磁粉,大量应用于磁 带 磁盘,磁卡及磁性钥匙等,利用超频磁性,已络磁性微粒制成用涂广泛的磁性液体。

5. 力学性质

其主要表现为强度、硬度、韧性的变化。陶瓷材料在通常情况下呈脆性,而由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷却具有良好的韧性。因为纳米材料具有大的界面、界面的原子排列是相当混乱的、原子在外力变形的条件下很容易迁移、表现出良好的韧性与一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力学性质。如晶粒大小为 6nm 的铁、其断裂强度比一般多晶铁高 12 倍;品粒人小为 6nm 的铜,其硬度比粗晶铜高 5 倍。德国萨尔大学研制成功的纳米陶瓷纸化钙和二氧化铁、在室温下显示出良好的韧性、在 180℃下弯曲不产生裂纹。纳米晶数金属要比优维的和晶粒金属硬度提高 3~6 倍。

6、化学特性

其主要表现在催化性能的提高。如較径为 30nm 的催化剂较一般催化剂可使加氢和脱氢反应速度提高 15 倍;利用纳米镍粉作火箭固体燃料的反应催化剂、燃烧效率可提高 100 倍。

9.4 纳米材料的制备

纳米材料的状态取决于纳米材料的制备方法,新材料制备下艺和设备的设计、研究与 控制对纳米材料的微观结构和性能具有重要的影响。随着世界各国对纳米科技的重视和大规模的投入,纳米制备核术成为纳米科学领域的一个重要研究课题。

按照制备原理不同,纳米材料制备方法可分为:

- (1) 物理法。这是最早采用的纳米材料制备方法、采用高能耗的方式、"强制"材料 "细化"而得到纳米材料。如惰性气体蒸发法、激光溅射法、球磨法、电弧法等。物理法 制备纳米材料的优点是产品纯度高;缺点是产量低,设备投入大。
- (2) 化学法。指采用化学合成方法制备纳米材料,如沉淀法、水热法、相转移法、界而合成法、溶胶 凝胶法等。这类制备方法的优点是所合成的纳米材料均匀、可大量生产、



设备投入小、缺点是产品有一定杂质、得到高纯度难。还有化学气相法,如加热气相化学 反应法、激光气相化学反应法、等离子体加强气相化学反应法等。

(3) 综合法。指在纳米材料制备中结合化学、物理法的优点,同时进行纳米材料的合成与制备,如超声沉淀法、激光沉淀法及微波合成法等。这类方法是把物理法引入化学法中,提高化学法的效率或实现化学法达不到的效果。

按所制备系统的状态分类,可分为气相法、液相法和固相法。

气相法是直接利用气体或将物质变成气体,使之在气体状态下发生物理变化或化学反应,在冷却过程中凝聚长大形成纳米微粒的方法,气相法分为气体中蒸发法、化学气相反应法、化学气相凝聚法和避射法等。

液相法指在均相溶液中,通过各种方式使溶质和溶剂分离,溶质形成形状、大小一定的颗粒,得到所需粉末的前驱体,加热分解后而得到纳米颗粒的方法。典型的液相法有沉淀法、水解法、溶胶—凝胶法等。

固相法是把固相原料通过降低尺寸或重新组合来制备纳米粉体的方法。固相法有热分 解法、溶出法、球磨法等。

表 9-1 列出了不同类别的纳米材料的常用制备方法。

表 9-1 纳米材料制备方法分类

纳米材料类别	物理法	化学法	综合法
纳米粉体	惰性(体沉积法、蒸发法、激光溅射法、真空蒸毁法、等 离子蒸发法、建解法、爆炸法、 喷雾法、溶剂挥发法	沉淀法、化学'(相凝聚 法、水熟法、相转移法、 溶胶、凝胶法	辐射化学合成法
纳米膜材料	惰性/i体素发法、高速粒子 沉积法、激光溅射法	溶胶-凝胶法、电沉积 法、还原法	超声沉淀法
纳米晶体和 〉 纳米块	球磨法、原位加压法、固相 淬火法	非晶晶化法	激光化学反应法
无机-有机杂化 纳米材料	共混法	原位聚合法、插层法	辐射化学反应法
纳米高分子 材料	天然高分子溶液中下燥法	乳液法、超微乳液法、基浮法	高分子包覆-走 声分散法、注入 超声分散法
纳米微囊	超声分散法、注人法、薄膜 分散法、冷冻干燥法、逆向蒸 发法	高分子包覆法、乳液法	
纳米组装 材料	_	纳米结构自组织合成、 纳米结构分子自组织合成、 模板法合成、溶胶 羅胶 法、化学气相沉积法	电化学沉积法

9.5 纳米材料的应用

由于纳米固体材料具有独特的性能,因此在力学、光学、磁学、电学和医学等方面都有非常广泛的应用。

1, 力学方面的应用

在力学方面,纳米固体材料可作为高温、高强、高韧性、耐磨、耐腐蚀的结构材料。 在陶瓷制造中,纳米添加使常规陶瓷的综合性能得到改善。纳米陶瓷具有优良的室温和高温力学性能,抗等强度、断裂韧性均有显著提高。把纳米氧化铝与二氧化锆进行混合已获得高初性的陶瓷材料,烧结温度可降低 100°(。纳米结构碳化硅的断裂韧性比常规材料提高 100 倍,图 9 - 6 为纳米陶瓷刀。n - ZrO; + Al.O.、n - SiO + Al.O. 的复合材料、断裂韧性比常规材料提高 4~5 倍、原因是这类纳米陶瓷庞大体积百分数的界面提供了高扩散的通道,扩散蠕变太大改善了界面的酸性。

纳米结构化的金属和合金可大幅度提高材料的强度和硬度,利用纳米颗粒小尺寸效应 所形成的无位错或低位错密度区域,使其达到高硬度、高强度。纳米结构制或银的块体材料的硬度比常规材料高 50 倍, 屈服强度高 12 倍。图 9-7 为世界上第一辆框架均采用纳米技术的自行车



图 9-6 纳米陶瓷刀



图 9-7 框架均妥用纳米技术的自行车

2. 光学方面的应用

- (1) 发光材料。发光材料又称发光体、是利用纳米材料的光致发光现象制备的材料、 是材料内部以某种形式的能量转换为光辐射的功能材料。光致发光现象是用光激发发光体 而引起的发光现象。它大致经过光的吸收、能量传递和光的发射一个阶段。如利用纳米非 晶氮化硅块体在紫外线到可见光范围的光致发光现象、锐钛矿型纳米 Ti() 的光致发光现 象等制作的发光材料。
- (2) 紅外反射材料。纳米微粒在红外反射材料方面主要是制成薄膜和多层膜来使用。其膜材料在灯泡 T.业上有很好的应用前景。高压纳灯、碘弧灯都要求强照明、但电能的 69%转化为红外线。仅有少部分电能转化为光能来睡明、用纳米 SiO. 和纳米 TiO.

微粒制成多层下涉膜、衬在有灯丝的灯泡罩的内壁、不但透光率好、而且有很强的红外线反射能力。粒径 80nm 的 Y·O,作为红外屏蔽涂层、反射热的效率很高、用于红外窗口材料。

(3) 光吸收材料。纳米 AI.O. 粉体对 250nm 以下的紫外线有很强的吸收能力,可用于提高日光灯管使用寿命。一般 185nm 的短波紫外线对灯管的寿命有影响,而且灯管的紫外线泄漏对人体有害。如果把几纳米的 AI.O. 粉ሎ6到稀上荧光粉中,利用纳米紫外吸收的 6 海球吸收掉这种有害的紫外线,而且不降低荧光粉的发光效率。在膀晌油、化妆品中加入纳米 TiO, 纳米 KiO. 等,可以减弱紫外线对人体的辐射、

3. 在医学方面的应用

(1) 检测和诊断疾病。将超微粒子注入血液中、输送到人体的各个部位、作为检测和 诊断疾病的手段、存临床诊断上有着广阔的应用前景。例如、妇女怀孕8个星期左右、其 血液中开始出现极少量的胎儿细胞。过去常采用价格吊设片对人体有害的羊水诊断技术判 断胎儿是否有遗传缺陷、而采用纳米微粒则很容易将血液中少量的胎儿细胞分离出来、方 法简便、价格便宜、且准确率高。目前、人们已经获得了用纳米Si()。实现细胞分离的新 技术, 这方面的临床应用还在实践中。

细胞内部的染色对于用光学显微镜和电子显微镜研究细胞内各种组织十分重要、纳米微粒的出现,为建立新的染色技术提供了途径。如比利时的德梅博士将金超微粒(3~40nm)与预先精制的抗体混合。制备出金纳米粒子-抗体的复合体,不同的抗体对细胞内各种器官和骨骼组织的敏感程度及亲和力不同,将复合体与细胞内器官和组织结合,相当于给各种组织贴上标签,在光学显微镜或电子显微镜下衬度差别很大,从而较为容易地分辨出各种组织。

(2)生物医学材料。生物材料是用来达到特定生物或生理功能的材料。生物材料除用于测量、诊断、治疗外、主要用作生物硬组织的代用材料,其主要分为生物惰性材料和生物活性材料。前者搭在生物环境中、材料通过细胞活性,能部分或全部被溶解或吸收,并与骨性换而形成性固结合的生物材料。后者指化学性能稳定、生物相容性好的生物材料。形该生物材料植入人体内、不会对机体产生毒制作用,机体也不会对材料起排斥反应,最后被人体组织包制起来。纳米 ALO 和 ZrO,等可作为生物惰性材料。纳米 ALO,具有生物相容性好、耐磨损、强度高、韧性比常规材料高等特性,可用来制作人工关节、人工骨(规图9-8)、人工齿根等。

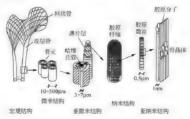


图 9-8 纳米人工骨结构

(3) 在药物上的应用。将磁性纳米微粒表面涂敷高分子,在外部再与蛋白质结合,注 人生物体内,在外加磁场作用下通过纳米微粒的磁性导航,使其移向病变部位,可达到定 向治疗的目的。目前,这项技术还处于实验阶段,已通过动物临床实验。

4. 在磁学方面的应用

(1) 固体磁性材料。具有铁磁性的纳米材料如纳米晶 Ni、Fe₁O₁ 等可作为磁性材料。 铁磁材料可分为软磁材料和硬磁材料。 前者主要特点是磁导率高、饱和磁化强度大、电阻 高、损耗低、稳定性好等,用于制作电感绕圈、小型变压器,脉冲变压器等的磁心,录音 磁头、磁放大器等。 硬磁材料的主要特点是剩磁大、矫顽力大、对温度、时间、振动等干 扰的稳定性好,其主要用在磁路系统中作为水磁体以产生恒定磁场,如制作扬声器、微音 器,助听器、录音磁头及各种控制设备等。

有些纳米铁氧体会使作用于它的电磁波发生一定角度的偏转。即所谓旋磁效应。利用旋磁效应,可以制备回相器、环行器、隔离器等非倒易性器件,及衰减器、调制器、调谐器等倒易性器件。利用旋磁铁氧体的非线性,可制作倍頻器、混频器、放大器等,用于制作击达、通信、人造卫星、导弹系统的微波器件。此外、具有矩形磁滞回线的纳米铁氧体(矩磁材料)可用于电子计算机、自动控制和远程控制等技术中,用于制作记忆、开关和逻辑元件,及磁放大器、磁光存储器等。具有磁致伸缩效应的纳米铁氧体(压磁材料),主要应用于超声波器件(如超声波探伤)、水声器件(如声纳)、压力传感器等,其优点是电阻率高、频率响应好、电声效率高。

(2) 磁流体。磁流体又称磁性液体。是由磁性超细微粒包覆一层长链的有机表面活性剂,高度弥散于基液中所形成的液体。其可以在外磁场作用下整体运动,因此具有其他液体所没有的磁控特性。磁性微粒可以长铁氧体类、如一Fe,O₁、MeFe,O₁(Me = Co、Ni、Mn、Zn)等,或金属系如 Ni、Co、Fe 等金属微粒及其合金。用于磁流体的截液有水、有机溶剂 (療烷、二甲苯、甲苯、丁酮等)、聚二醇、聚苯醚、卤代烃等

磁流体的应用厂泛、涉及机械、工程、化工、医药等多个领域、特别是在高、精、尖技术上有应用。传统的磁流体产品。如密封、阻尼器和扬声器已经在工业上应用。近年出现了大量新的应用。如磁流体传感器、热传递装置、药品输送、能量转换等。随着高性能氮化铁磁流体的研制成功、批量生产。在宇宙仪器、扬声器等振动吸收装置、缓冲器、调节器、传动器以及太阳黑天、地磁、火箭和受控热核反应等方面得到应用。为磁流体的开发拓宽了思路,展示了无限的前景。磁流体在生物磁学中的应用。也为人类探索生命奥秘、攻克疾病提供了新的手段。

5, 电学方面的应用

具有半导体特性的纳米氧化物粒子在室温下具有比常规氧化物高的导电特性,因而能起到良好的静电屏蔽作用。如把 80nm 的 SnO_2 ,和 40nm 的 TiO_2 、20nm 的 Cr_2O_1 与树脂复合可以作为静电屏蔽的涂层。同时纳米微粒的颜色不同, TiO_2 、 SiO_2 纳米粒子为白色、 Cr_2O_3 为绿色, Fe_2O_3 为褐色,可以控制静电屏蔽涂料的颜色,从而克服炭黑静电屏蔽涂料只有单一颜色的单调性。化纤衣服和化纤地毯由于静电效应,容易吸附灰尘,危害人体健康,在其中加入少量金属纳米微粒,会使静电效应大大降低,同时还有除味杀菌的作用。

有些纳米金属(如 Nb、Ti)和合金(如 Nb-Zr、Nb-Ti)具有超导性,超导临界温度



最高只有 23K, 而纳米氧化物超导材料的临界温度可达 100K 以上。这些超导材料可用于 电力输送、交通运输(如制造招导磁悬浮列车)等方面。

6. 催化方面的应用

纳米德粒作为催化剂应用较多的是半导体光催化剂。在环保、水质处理、有机物降 解、失效农药降解等方面有重要的应用。超细的 Fe、Ni 与 y-Fe。O。混合的轻烧结体可代 替贵金属作为汽车尾气净化剂;超细 Ag 粉可作为乙烯氧化的催化剂;超细 Fe 粉可在 C。H。气相热分解中起成核作用而生成碳纤维。纳米 TiO。在可见光的照射下对碳氢化合物 具有催化作用,利用这一效应可使粘污在玻璃、瓷砖和陶瓷表面的油污、细菌在光的照射 下,被降解为气体或易溶易擦掉的物质,有很好的保洁作用。日本已研制出保洁瓷砖,经 使用证明,这种保洁瓷砖具有明显的杀菌作用。常用的光催化半导体纳米粒子有 TiO₂、 Fe O , ZnS, PhS 等。

总之, 纳米科学技术是多种学科交叉会合而产生的新科学, 其研究成果势必把物理。 化学领域的许多学科推向一个新层次, 也会给 21 世纪的物理和化学研究带来新的机遇。 日本将纳米材料的研究纳入六大尖端技术探索项目之一、美、英、俄、德、法等国也在不 惜巨资推进纳米材料的专项研究,我国也将纳米材料科学列入了国家"攀登计划"项目。



5. 简述并举例说明纳米材料的应用。

一、填空题	1771	, De	
1. 纳米科技主要包括纳米物	理学、、	、纳米	生物学、纳米电子
学、、纳米力学七	个相对独立又相互	渗透的学科	, 及、
、			
2. 原子团簇中最典型的是	于 1985 年被	发现,是继金	刚石和石墨之后碳
元素的第三种晶体形态。	是最先发现的富勒/	希,由60个碳	原子构成, 与足球
拥有完全相同的外形。			
3. 碳纳米管的电导率是铜的	的1万倍,强度是钢的		而重量只有钢的
。它像金刚石一样硬,	却有柔韧性,可以拉伸	申。它的	是已知材料中
最高的。			
4. 纳米效应包括	ss	和宏观量子	隧道效应。
5. 按照制备原理不同, 经	纳米材料制备方法可	分为	
;按所制备系统的状态	态分类,分为		·
二、名词解释			
原子团簇 超晶格 蓝移现象	象 磁流体		
三、简答题			
1. 什么是纳米材料? 举例在	日常生活中遇到的纳米	材料。	
2. 简述纳米材料的分类方法	, 并举例说明。		
3. 何为自组装技术? 有何特	点?		
4. 为何韶微颗粒的熔占会下	隆9 举例说明。		

参考文献

- [1] 李松林、材料化学「M]、北京、化学工业出版社,2008.
- [2] 曾兆华, 杨建文、材料化学 [M], 北京: 化学工业出版社, 2009.
- [3] 李奇,陈光巨,材料化学 [M],北京;高等教育出版社,2010,
- 「4〕朱光明,秦华宇、材料化学「M],北京,机械工业出版社,2009。
- [5] 金万勤, 陆小华, 徐南平、材料化学工程进展 [M]. 北京; 化学工业出版社, 2007.
- [6] [美] 牛顿, E. 大卫. 新材料化学 [M]. 吴娜,译. 上海: 上海科学技术文献出版社,2011.
- [7] 薛冬峰,李克艳,张方方,材料化学进展「M],上海,华东理工大学出版社,2011,
- [8] 金万勤, 陆小华, 徐南平, 材料化学工程进展 [M], 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [9] 周志华, 材料化学 [M], 北京: 化学工业出版社, 2006,
- [10] 师昌绪、材料大词典 [M]、北京、化学工业出版社、1994、 [11] 吴承建、金属材料学 [M]、北京、冶金工业出版社、2000、
- [11] XXE. WANTY [M]. LIK! HWILLHIMMI.
- [12] 戴起勋, 金属材料学 [M], 北京, 化学工业出版社, 2005.
- [13] 李云凯. 金属材料学 [M]. 北京:北京理工大学出版社, 2006.
- [14] Marc W. M. van der Wijst. Shape Control of Structures and Materials with Shape Memory Alloys [M]. The Netherlands: University of Technology Eindhoven, 1998.
- [15] 邓至谦, 金属材料及热处理 [M], 长沙: 中南大学出版社, 1989,
- [16] 股景华, 壬雅珍, 鞠刚, 功能材料概论 [M], 哈尔滨; 哈尔滨工业大学出版社, 2002,
- [17] 耿刚强, 非金属材料 [MC 北京: 中国轻工业出版社, 2009.
- [18] 姜建华, 无机非金属工艺原理 [M], 北京; 化学工业出版社, 2005.
- [19] 戴金辉、葛兆明、无机非金属概论 [M]、哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1999、
- [20] 贾德昌,宋桂明, 无机非金属材料性能 [M], 北京,科学出版社,2008.
- [21] 石德珂、材料科学基础 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [22] 潘群雄、王路明、蔡安兰、无机材料科学基础 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [23] 陈照峰, 张中伟, 无机非金属材料学 [M], 西安, 西北工业大学出版社, 2010,
- [24] 卢安贤, 无机非金属导论 [M], 长沙, 中南大学出版社, 2010,
- [25] 邓少生,纪松,功能材料概论 [M],北京:化学工业出版社,2012.
- [26] 陈晓燕、材料科学基础 [M]. 北京:北京大学出版社,2009.
- [27] 杨瑞成, 丁旭, 陈奎、材料科学与材料世界[M], 北京, 化学工业出版社, 2005,
- [28] 王澜,王佩樟,陆晓中,高分子材料 [M],北京:中国轻工业出版社,2009.
- [29] 潘祖仁, 高分子化学 [M], 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [30] 王槐三,寇晓康, 高分子化学教程 [M], 北京; 科学出版社, 2007,
- [31] 高俊刚, 李源勋. 高分子材料 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2002.
- [32] 顾宜、材料科学与工程基础 [M]、北京: 化学工业出版社, 2002.
- [33] 赵文元, 王亦军. 功能高分子材料化学 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2003.
- [34] 马建标,李晨暖,功能高分子材料 [M], 北京: 化学工业出版社,2010.
- [35] 徐又一, 徐志康, 高分子膜材料 [M], 北京, 化学工业出版社, 2005. [36] 王荣国, 武卫莉, 谷万里, 复合材料概论 [M], 哈尔滨, 哈尔滨工业大学出版社, 1999.
- [37] 倪礼忠,陈磷.聚合物基复合材料 [M].上海;华东理工大学出版社,2007.
- [38] 吴培熙,沈健,特种性能树脂基复合材料[M],北京,化学工业出版社,2003,



- [39] 黄伯云, 肖鹏, 陈康华, 复合材料研究新进展(上)[J], 金属世界, 2007, 2, 16,
- 「40] 黄伯云, 肖鹏, 陈康华, 复合材料研究新进展(下)「门, 金属世界, 2007, 3, 16,
- 「41] 鲁云, 先进复合材料「MI, 北京: 机械工业出版社, 2004,
- 「42] 干化罐、金属基复合材料及其制备技术「MI、北京、化学工业出版社,2006.
- 「43] 赵玉涛, 金属基复合材料「M7, 北京, 机械工业出版社, 2007,
- [44] 孙康宁, 金属间化合物/陶瓷基复合材料 [M], 北京; 机械工业出版社, 2003,
- [45] 贾成厂, 陶瓷基复合材料导论 [M], 北京, 冶金工业出版社, 2002.
- [46] 张长瑞, 陶瓷基复合材料; 原理、工艺、性能与设计 [M]. 长沙; 国防科技大学出版 社, 2001.
- [47] Matthews F L and Rawling R D, Composite Materials; Engineering and Science [M], London, UK : Chapman and Hall, 1994.
- [48] [美] K, J, 克莱邦德, 纳米材料化学 [M], 陈建峰, 泽, 北京: 化学工业出版社, 2004,
- [49] 汪信, 刘孝恒, 纳米材料化学 [M], 北京: 化学工业出版社, 2006,
- 出版社 [50] 朱红, 纳米材料化学及其应用[M], 北京:清华大学出版社, 2009